

목 차

분 기 보 고 서	1
【 대표이사 등의 확인 】	2
I. 회사의 개요.....	3
1. 회사의 개요.....	3
2. 회사의 연혁.....	19
3. 자본금 변동사항.....	25
4. 주식의 총수 등	26
5. 의결권 현황.....	30
6. 배당에 관한 사항 등	31
II. 사업의 내용	32
III. 재무에 관한 사항	75
1. 요약재무정보	75
2. 연결재무제표	78
3. 연결재무제표 주식	86
4. 재무제표	157
5. 재무제표 주식	164
6. 기타 재무에 관한 사항.....	223
IV. 감사인의 감사의견 등	243
V. 이사의 경영진단 및 분석의견.....	245
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	246
1. 이사회에 관한 사항.....	246
2. 감사제도에 관한 사항.....	254
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항.....	256
VII. 주주에 관한 사항.....	257
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항.....	263
1. 임원 및 직원의 현황	263
2. 임원의 보수 등	295
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	300
X. 이해관계자와의 거래내용.....	326
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	330
【 전문가의 확인 】	335
1. 전문가의 확인	335
2. 전문가와의 이해관계	335

분기 보고서

(제 47 기 3 분기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
 2015년 09월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2015년 11월 16일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

삼성전자주식회사

대 표 이 사 :

권 오 현

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) <http://www.samsung.com/sec>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경팀장 (성 명) 남 공 범

(전 화) 02-2255-7609

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재 내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재 사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2015. 11. 16

삼성전자 주식회사

대표이사 : 권 오 현

(서명)

신고업무 담당이사 : 이 상 훈

(서명)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성전자주식회사이고 영문명은 Samsung Electronics Co., Ltd.입니다.

나. 설립일자

당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며, 1975년 6월 11일 기업공개를 실시하였습니다.
당사는 1984년 2월 28일 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를 삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
전화번호 : 031-200-1114
홈페이지 : <http://www.samsung.com/sec>

라. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 CE(Consumer Electronics), IM(Information technology & Mobile communications), DS(Device Solutions) 3개의 부문으로 나누어 독립 경영을 하고 있습니다.

각 부문별 제품은 아래와 같습니다.

부문	제품
CE	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 프린터, 의료기기 등
IM	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터, 디지털카메라 등
DS	DRAM, NAND Flash, 모바일AP, LCD패널, OLED패널, LED 등

지역별로는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인 등 157개의 동종업종을 영위하는 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

[CE 부문]

CE 부문은 혁신적 기술, 독특한 디자인, 편의성과 가치를 겸비한 제품을 통해 디지털시대 소비자들의 현재 요구를 충족시킬 뿐만 아니라 미래의 수요를 예측하여 새로운 상품을 지속적으로 선보임으로써 글로벌 디지털 시장을 이끌고 있습니다.

TV는 CE 사업 분야의 핵심 제품으로 9년째 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. LCD, LED TV 등 제품의 하드웨어 경쟁우위는 물론, Smart TV 분야에서도 독보적인 우위를 점하며 소프트웨어 산업으로의 전환을 선도하고 있습니다. 앞으로도 신기술의 개척 및 끊임없는 혁신을 통해 시장 지배력을 계속 확대할 계획입니다.

[IM 부문]

IM 부문은 모바일 컨버전스를 넘어 Soft Driven Company로의 패러다임 전환을 주도하고 있습니다. 또한, 프리미엄 브랜드 '갤럭시(GALAXY)'를 필두로 소비자에게 가장 친화적이고 혁신적인 제품으로 모바일 라이프스타일을 선도하고 있습니다.

HHP의 경우 스마트폰 사업 강화 등 시장의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. 최근에는 HHP가 MP3, 카메라, PC 등 다양한 기기의 기능들을 흡수하는 등 단순 특화 영역을 뛰어넘어 스마트폰과 태블릿 등으로 발전하면서 끊임없이 신규수요를 창출하고 있습니다.

당사는 스마트폰 등 다양하고 차별화된 HHP 제품과 더불어 차세대 통신 기술의 개발과 표준화 사업을 주도하는 Long Term Evolution(LTE) 등 글로벌 통신 산업을 이끌고 있습니다.

[DS 부문]

DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 정보를 저장하고 기억하는 메모리와 모바일 AP, 주문형 반도체 등을 생산/판매하는 System LSI 등의 반도체 사업과 액정화면 표시 장치인 Display Panel을 생산/판매하는 Display 사업으로 구성되어 있으며 DRAM 등 정보 저장 용량의 획기적인 개선 및 고품질의 3D TV 패널 개발을 통한 완성품의 신수요 창출을 통하여 완제품 시장을 선도할 수 있는 역량을 지속적으로 확대/강화하고 있습니다.

반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등 초미세 공정 기술을 적용하여 경쟁사 대비 차별성 있는 제품의 생산과 원가 경쟁력을 지속적으로 확보하여 전세계 메모리 시장의 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다.

또한, System LSI 시장은 점차 PC에서 모바일 중심으로 재편되고 있으며 당사는 지속적으로 추진해온 선행 공정 개발로 모바일 시장에서의 제품 차별화 및 경쟁력 제고로 시장 지배력을 확대시켜 나갈 것입니다.

TFT-LCD는 높은 해상도의 구현, 초절전 패널의 개발 등을 통하여 우수한 품질 경쟁력을 확보함과 동시에 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력을 확보하는 등 Global 평판 디스플레이 시장의 선두권을 유지하고 있습니다.

또한, OLED는 스마트폰 등 IT기기에서 TFT-LCD를 빠르게 대체하고 있으며 당사는 선제적인 기술개발 및 투자로 시장을 선도하고 있습니다.

☞ 사업 부문별 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 2015년3분기말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 8개 회사(레이, 삼성에스지엘탄소소재, 삼성종합화학, 삼성토탈, 송도랜드마크시티, 구 삼성물산, 한화탈레스, 한화테크윈)가 감소하고, 3개 회사(삼성생명금융서비스보험대리점, 에이치디씨신라면세점, 코어브릿지컨설팅)이 증가하여 64개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 48개사입니다.

(2015.9.30. 현재)

구 분	회사수	회 사 명
상장사	16	삼성물산, 삼성전자, 삼성에스디아이, 삼성전기, 삼성중공업, 호텔신라, 삼성카드, 삼성생명보험, 삼성화재해상보험, 삼성증권, 삼성정밀화학, 삼성엔지니어링, 에스원, 제일기획, 삼성에스디에스, 크레듀
비상장사	48	삼성라이온즈, 삼성경제연구소, 스테코, 세메스, 삼성전자판매, 삼성전자서비스, 삼성전자로지텍, 한덕화학, 씨브이네트, 올넷, 시큐아이, 오픈타이드코리아, 삼성선물, 삼성벤처투자, 삼성자산운용, 생보부동산신탁, 에스디플렉스, 삼성화재애니카손해사정, 삼성화재서비스손해사정, 수원삼성축구단, 에스코어, 휴먼티에스에스, 에스원씨알엠, 오픈핸즈, 에스엔폴, 삼성메디슨, 삼성바이오로직스, 에스티엠, 누리솔루션, 콜롬보코리아, 미라콤아이앤씨, 삼성생명서비스손해사정, 에스유머티리얼스, 네추럴나인, 삼성디스플레이, 삼성바이오에피스, 삼성코닝어드밴스드글라스, 대정해상풍력발전, 삼성에스알에이자산운용, 삼성웰스토리, 정암풍력발전, 삼성카드고객서비스, 서울레이크사이드, 신라스테이, 삼우종합건축사사무소, 에이치디씨신라면세점, 삼성생명금융서비스보험대리점, 코어브릿지컨설팅
計	64	

※ 제일모직은 삼성물산을 흡수합병 후 사명을 삼성물산으로 변경

☞ 국내외 계열회사관련 자세한 사항은 IX. 계열회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속기업 개황

당사의 연결대상 종속기업은 2015년 3분기말 현재 157개사입니다.
전년말 대비 8개 기업이 증가하고 9개 기업이 감소하였습니다.

(연결대상 종속기업의 개황)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 기업 여부
Samsung Electronics America, Inc.	1978.07	Challenger Road, Ridgefield Park, NJ, USA	전자제품 판매	10,697,787	의결권의 과반수 소유 (기업회계기 준서 1110호)	O
NexusDX, Inc.	2009.07	6759 Mesa Ridge Road Suite 100 San Diego, CA 92121	의료기기	15,470	상동	X
NeuroLogica Corp.	2004.02	14 Electronics Ave. Danvers, MA 01923 USA	의료기기	199,807	상동	O
Samsung Receivables Corporation	1998.03	Challenger Road, Ridgefield Park, NJ, USA	채권관리	3,527,023	상동	O
Quietside LLC	2001.07	3001 Northern Cross Blvd. #361 Fort Worth TX 76137 USA	에어컨공조 판매	15,581	상동	X
SmartThings, Inc.	2012.04	456 University Avenue, Suite 200, Palo Alto, CA 94301, USA	스마트홈기기 판매	196,910	상동	O
Samsung Semiconductor, Inc.	1983.07	North First St. San Jose, CA, USA	반도체/DP 판매	7,577,935	상동	O
Samsung Electronics Canada, Inc.	1980.07	2050 Derry Road West, Mississauga, ON, Canada	전자제품 판매	529,348	상동	O
PrinterOn Inc.	2000.04	221 McIntyre Drive Kitchener, Ontario, Canada	프린팅솔루션 판매	7,271	상동	X
PrinterOn America Corporation	1986.04	11041 Saratoga Drive Orland Park IL USA	프린팅솔루션 판매	22	상동	X
RT SV CO-INVEST, LP	2014.02	260 East Brown Street, Suite 380 Birmingham, MI 48009, USA	벤처기업 투자	13,046	상동	X
Samsung Research America, Inc	1988.10	665 Clyde Avenue, Mountain View, CA 94043 USA	R&D	238,690	상동	O
Grandis, Inc.	2002.06	1123 Cadillac Court Milpitas, CA 95035 USA	R&D	107,943	상동	O
Samsung International, Inc.	1983.10	9335 Airway Rd. Suite 105 San Diego, CA, USA 92154	CTV/모니터 생산	33,506	상동	X
Samsung Mexicana S.A. de C.V	1988.03	Parque Ind. El Florido Segunda Seccion Tijuna B.C. Mexico	전자제품 생산	871,462	상동	O
Samsung Austin Semiconductor LLC.	1996.02	12100 Samsung Blvd. Austin, Texas USA 78754	반도체 생산	6,503,003	상동	O
Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V.	1995.07	Col. Chapultepec Morales, Del Miguel Hidalgo D.F. Mexico	전자제품 판매	795,138	상동	O

SEMES America, Inc.	1998.10	78754 9701 Dessau Rd. #305 Austin Texas, USA	반도체 장비	717	상동	X
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, S.A. de C.V	2012.12	Av. Benito Juarez #119, Parque Industrial Qro. Sta. Rosa Jauregui C.P 76220 Queretaro Queretaro,Mexico	전자제품 생산	443,745	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	1995.05	9800 NW 41st Street Suite 200, Miami, FL, USA 33178	전자제품 판매	126,017	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	1989.04	Calle 50 Edificio PH Credicorp Bank Piso 16, Panama City, Panama	전자제품 판매	347,502	상동	O
Samsung Electronics Venezuela, C.A.	2010.05	Torre Kepler Piso 1, Av. Blandin Castellana, Municipio Chacao, Caracas Venezuela	마케팅 및 서비스	8,344	상동	X
Samsung Electronica Colombia S.A.	1997.03	Carrera 7 # 114-43 Oficina 606 Bogota Colombia	전자제품 판매	287,792	상동	O
Samsung Electronics Panama. S.A.	2012.07	Torre de Las Americas, TorreC,Piso 23, Panama City Panama	컨설팅	8,973	상동	X
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	1995.01	Avenida das Nacoes Unidas, 12901-8 andar - Torre Oeste Brooklin Novo Sao Paulo SP Brazil	전자제품 생산 및 판매	3,797,166	상동	O
Samsung Electronics Argentina S.A.	1996.06	Bouchard 7107 Piso Ciudad de Buenos Aires, Argentina	마케팅 및 서비스	52,003	상동	X
Samsung Electronics Chile Limitada	2002.12	Americo Vespucio Sur 100 Oficina 102, Las Condes, Chile	전자제품 판매	262,414	상동	O
Samsung Electronics Peru S.A.C.	2010.04	Ricardo Rivera Navarrete 501, 9th floor, Avenue, Peru	전자제품 판매	199,308	상동	O
SonoAce Deutschland GmbH	2001.10	Elbestrasse 10, 45768 Marl, Germany	의료기기	113	상동	X
Samsung Electronics (UK) Ltd.	1995.07	Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	전자제품 판매	1,235,239	상동	O
Samsung Electronics(London) Ltd.	1999.01	Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	Holding Company	7,515	상동	X
Samsung Electronics Holding GmbH	1982.02	65824 Samsung Haus Am Kronberger Hang 6 Schwalbach, Germany	Holding Company	840,716	상동	O
Samsung Semiconductor Europe GmbH	1987.12	Koelner Str. 12, 65760 Eschborn, Germany	반도체/DP 판매	1,186,942	상동	O
Samsung Electronics GmbH	1984.12	65824 Samsung Haus Am Kronberger Hang 6 Schwalbach, Germany	전자제품 판매	1,142,897	상동	O
Samsung Electronics Iberia, S.A.	1989.01	Parque Empresarial Omega Edificio C Avenida de Barajas, Espanol	전자제품 판매	665,617	상동	O
Samsung Electronics France S.A.S	1988.01	avenue du President Wilson 93458 La Plain Saint Denis Cedex France	전자제품 판매	1,031,342	상동	O
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	1989.10	H-1037 Budapest, Szepvolgyi ut 35-37, Hungary	전자제품 생산 및 판매	1,287,972	상동	O
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	2010.01	SOKOLOVSKA 17 PRAHA 8, CZECH REPUBLIC	전자제품 판매	153,708	상동	O
Samsung Electronics Italia S.P.A.	1991.04	Via Carlo Donat Cattin 5, Cernusco sul Naviglio, 20073 Milan Italy	전자제품 판매	759,637	상동	O

Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	1991.05	Olof Palmestraat 10, 2616LR Delft, The Netherlands	물류	1,621,583	상동	O
Samsung Electronics Benelux B.V.	1995.07	Olof Palmestraat 70, 2616LR Delft The Netherlands	전자제품 판매	1,207,723	상동	O
Samsung Display Slovakia s.r.o.	2007.03	919 42 Voderady 401 Voderady Slovakia	DP 임가공	225,826	상동	O
Samsung Electronics Romania LLC	2007.09	Sos. Pipera-Tunari, nr. 1/VII, Nord City Tower Voluntari Ilfov Romania	전자제품 판매	153,259	상동	O
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	1996.04	ul.Marynarska 15 Warszawa Poland	전자제품 판매	419,043	상동	O
Samsung Electronics Portuguesa S.A.	1982.09	Lagoas Parque, Edificio 5B Piso 0 2740-298 Porto Salvo - Portugal	전자제품 판매	136,282	상동	O
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	1992.03	Kanal Vagen 10A, 194 27, Upplands Vasby, Sweden	전자제품 판매	467,393	상동	O
Samsung Semiconductor Europe Limited	1997.04	No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, UK	반도체/DP 판매	104,308	상동	O
Samsung Electronics Austria GmbH	2002.01	Praterstraße 31 1020 Vienna Austria	전자제품 판매	290,346	상동	O
Samsung Electronics Switzerland GmbH	2013.05	CH-8055 Binzallee 4, Samsung Electronics Zurich ZH, Switzerland	전자제품 판매	133,921	상동	O
Samsung Electronics Slovakia s.r.o	2002.06	Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia	CTV/모니터 생산	1,869,697	상동	O
Samsung Electronics Baltics SIA	2001.10	Dunties iela 6, Riga, Latvia	전자제품 판매	52,840	상동	X
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	2008.10	Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, the Netherlands	Holding Company	7,022,746	상동	O
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	2010.02	ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Poland	가전제품 생산	331,949	상동	O
Samsung Electronics Greece S.A.	2010.04	280 Kifissias Ave, Halandri 15232 Athens Greece	전자제품 판매	84,289	상동	O
Samsung Nanoradio Design Center	2004.02	Torshamnsgatan 39 164 40 Kista Sweden	R&D	21,112	상동	X
Samsung Denmark Research Center ApS	2012.09	c/o Novi Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst, Denmark	R&D	21,408	상동	X
Samsung France Research Center SARL	2012.10	Les 2 Arcs, Bat.B, etage 4, 1800 Route des cretes, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, France	R&D	21,275	상동	X
Samsung Cambridge Solution Centre Limited	2012.09	St. John's Houst, St. John's Innovation Park, Cowley Road, Cambridge, UK, CB4 0ZT	R&D	130,113	상동	O
PrinterOn Europe Limited	2013.11	Wesley Gate Queens Road Reading Berkshire RG1 4AP, UnitedKingdom	프린팅솔루션 판매	45	상동	X
Samsung Electronics Overseas B.V.	1997.01	Olof Palmestraat 10, 2616LR, Delft The Netherlands	전자제품 판매	176,271	상동	O
Samsung Electronics Rus LLC	1999.03	Bolshoi Gnezdnikovsky per., 1, bldg.2 Moscow Russia	마케팅	8,067	상동	X
Samsung Electronics Rus Company LLC	2006.10	Bolshoi Gnezdnikovsky per., 1, bldg.2 Moscow Russia	전자제품 판매	796,220	상동	O
Samsung Electronics Ukraine LLC	2004.01	75A, Zhylianska Str Kiev, Ukraine	마케팅	3	상동	X
Samsung Electronics Ukraine Company LLC	2008.09	75A, Zhylianska Str Kiev, Ukraine	전자제품 판매	254,000	상동	O
Samsung R&D Institute Rus LLC	2011.11	127018 Office 1401, building 1, 12, Dvintsev Street Moscow Russia	R&D	10,048	상동	X

Samsung Electronics Kazakhstan LLP	2006.07	Naurizbay batyr st. Almaty Republic of Kazakhstan	마케팅	1,046	상동	X
Samsung Electronics Central Eurasia LLP(구SEKZ)	2008.09	Naurizbay batyr st. Almaty Republic of Kazakhstan	전자제품 판매	154,438	상동	O
Samsung Electronics Caucasus Co.Ltd	2014.10	1065 Bridge Plaza Biz Centre, 6 Bakikhanov str, 12th Fl Baku Azerbaijan	마케팅	2,418	상동	X
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	2007.07	Kaluga region,Borovsk district,Koryakovo village,Perviy Severniy Drive,1, Russia	CTV 생산	785,584	상동	O
Samsung Russia Service Centre LLC	1997.11	Moscow,Varshavskoe shosse, building26 Russia	서비스	29,243	상동	X
Samsung Electronics West Africa	2010.03	Mulliner Tower, Alfred Rewane Road, Ikoyi, Lagos, Nigeria	마케팅	59,933	상동	X
Samsung Electronics East Africa	2011.12	27577 00506, Milford Suites, 4th Floor, Pa Nairobi Kenya	마케팅	32,929	상동	X
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	1995.05	R/A-5, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE	전자제품 판매	921,338	상동	O
Samsung Electronics Egypt S.A.E	2012.07	62815 Piece No. 98,Engineering Sector, Kom Abu Radi Industrial Zone,AIWastaCity, BeniSuef, Egypt	전자제품 생산 및 판매	512,426	상동	O
Samsung Electronics Israel Ltd.	2012.09	60972 1st Fl, Holland Building Europark Yakum Israel	마케팅	4,724	상동	X
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	2012.09	1053 2eme etage Immeuble Adonis, rue du Lac D'annecy Les Berges du Lac 1053 Tunis, Tunisia	마케팅	2,129	상동	X
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	2012.11	No.4 1st Fl. Park Lane Tower 172 Turfail Road Lahore Cantt, Lahore Pakistan	마케팅	1,943	상동	X
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	1994.06	Medscheme Office Park, Phase 110 Muswell Road South Bryanston, Johannesburg South Africa	전자제품 판매	712,489	상동	O
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	2014.07	35 UMKHOMAZI DR, LA MERCY, KWAZULU-NATAL, SOUTH AFRICA, 4399	CTV/모니터 생산	18,735	상동	X
Samsung Electronics Turkey	1984.12	Flatofis Is Merkezi Otakcilar Caddesi No.78 Kat 3 No.B3 Eyup, Istanbul, Turkey	전자제품 판매	563,363	상동	O
Samsung Semiconductor Israel R&D Center,Ltd	2007.10	10 Oholiav Street,Ramat Gan 52522, Israel	R&D	30,036	상동	X
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	2009.07	Building Nr.5, King Hussein Business Park, King Abdullah II St. P.O Box 962372, Amman 11196 , Jordan	전자제품 판매	508,983	상동	O
Samsung Electronics Morocco SARLAU	2009.11	Lot N° 9 Mandarouna 300 Route Sidi Maarouf 20190 Ain Chock Hay Hassani Casablanca Morocco	전자제품 판매	92,576	상동	O
Samsung Japan Corporation	1975.12	ROPPONGI T-CUBE 3-1-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8532, Japan	전자제품 판매	831,649	상동	O
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	1992.08	2-7,Sugasawa-cho,Tsurumi-ku,Yokohama,230-0027,Japan	R&D	160,614	상동	O
Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	2008.09	ROPPONGI T-CUBE 3-1-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8532, Japan	전자제품 판매	612,675	상동	O
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	1995.03	Tuanku Jaafar Industrial Park, 71450 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	전자제품 생산 및 판매	278,239	상동	O

Samsung Medison India Private Ltd.	2009.01	H-79, Basement, Kalkaji, New dehli, India 110019	의료기기	32	상동	X
Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	1989.09	North Klang Straits, Area 21 Industrial Park 42000 Port Klang Selangor, Malaysia	가전제품 생산	129,214	상동	O
Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	1995.01	938 1A Highway, Linh Trung ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam	전자제품 생산 및 판매	219,356	상동	O
Samsung Asia Private Ltd.	2006.07	3 Church Street #26-01 Samsung Hub, Singapore	전자제품 판매	3,110,433	상동	O
Samsung India Electronics Private Ltd.	1995.08	Copla Corporate Suites, Plot no 9, Jasola District Center, New Delhi, India	전자제품 생산 및 판매	2,949,605	상동	O
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	2005.05	Bagmane Tech. Park Bangalore India	R&D	190,104	상동	O
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	1987.11	Quad Samsung, 8 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127 Australia	전자제품 판매	437,351	상동	O
Samsung Electronics New Zealand Limited	2013.09	24 The Warehouse Way, Northcote, Auckland, 0627, NZ	전자제품 판매	70,253	상동	X
PT Samsung Electronics Indonesia	1991.08	Cikarang Industrial Estate,JL. Jababeka Raya Blok F29-33,Cikarang, Bekasi, West Java, Indonesia	전자제품 생산 및 판매	806,451	상동	O
PT Samsung Telecommunications Indonesia	2003.03	Prudential Tower 23rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 79 Jakarta 129-10 Indonesia	통신시스템 판매 및 서비 스	17,850	상동	X
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	1988.10	313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand	전자제품 생산 및 판매	1,654,988	상동	O
Samsung Electronics Philippines Corporation	1996.03	8th Floor HanjinPhil Building 1128 University Parkway, North Bonifacio, Global City Taguig 1634 Philippines	전자제품 판매	126,256	상동	O
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (구Samsung Display Bac Ninh)	2014.07	Yenphong I I.P, Yentrung Commune,Yenphong Dist, Bacninh Province Vietnam	DP 생산	128,662	상동	O
Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	2003.05	Suite E-09-01, Level 9, East Wing, The ICON .No.1 Jalan 1/68F, Jalan Tun Razak , 55000 Kuala Lumpur, Malaysia	전자제품 판매	328,645	상동	O
Samsung R&D Institute BanglaDesh	2010.08	Bangladesh, Dhaka, Gulshan Avenue, Gualshan-1, Bangladesh	R&D	7,590	상동	X
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	2008.03	Yentrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh Province, Vietnam	전자제품 생산	6,553,628	상동	O
Samsung Telecommunications Malaysia Sdn. Bhd.	2009.08	Block 3B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia	통신시스템 서비스	1,170	상동	X
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	2013.03	Yen Binh 1, Industrial Park, Pho Yen distrist, Thai Nguyen Province, Vietnam	통신제품 생산	3,957,700	상동	O
Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	2001.11	High Technology Industrial Zone, Houjie, Dongguan, Guangdong, China	DP 생산	1,101,846	상동	O
Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	2004.06	NO.25.Mip Fourth Road,Xi qing District,Tianjin, China	DP 생산	836,806	상동	O
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	1988.09	33/f., Central Plaza, 18 Harbour Road, Hong Kong	전자제품 판매	984,732	상동	O

Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	1995.04	No.501,SuHong East Road, Suzhou Industry Park, China	가전제품 생산	689,430	상동	O
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	1995.04	No.501,SuHong East Road, Suzhou Industry Park, China	가전제품 생산	370,904	상동	O
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	1996.03	Beijing, China No.118, Jian Guo Lu, Chao Yang District 2208-13/ China Merchants Tower	전자제품 판매	9,603,679	상동	O
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	2010.01	A3 Building,No.185 Kexue Avenue,Science City,Luogang District,Guangzhou,China	R&D	43,117	상동	X
Samsung Tianjin Mobile Development Center	2010.08	No.14 weiliu Rd.Micro-Electronic Industrial Park Xiqing Dist.Tianjin, China	R&D	22,927	상동	X
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (구Samsung Network R&D Center China-Shenzhen)	2013.03	12th Floor, EVOC Technology Building, No. 31 Gaoxin Central Avenue 4th,Nanshan District, Shenzhen 518057, China	R&D	12,770	상동	X
Samsung R&D Institute China-Xian	2013.07	A 9F Jiayu Building, 58 Jinye 1st Rd, Xi'an, China	R&D	9,306	상동	X
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	1994.12	Suzhou Industrial Park Suzhou No.15, JinJiHu Road, China	반도체 임가공	749,914	상동	O
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	2013.07	#1301 - #1302, Unit 6, Building No.1, Yicuiyuan 3nd town(North), Jinye 2nd Road Gaoxin District, Xi'an City, Shanxi Province, China	반도체 장비	538	상동	X
Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.	1993.03	Samsung Road Hi-Tech IDZ,Weihai,China	프린터 생산	777,128	상동	O
Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	1992.12	256,6th Road ,Zhongkai Chenjiang Town Huizhou 516029 Guangdong China	전자제품 생산	4,966,486	상동	O
Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	1993.04	#12, no 4 Big Street, Dong Ting Road Teda,Tianjin, China	CTV/모니터 생산	933,487	상동	O
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	1994.11	10F,No.399, Rui Guang Rd., Nei Hu Dist, Taipei, Taiwan, R.O.C	전자제품 판매	1,583,027	상동	O
Beijing Samsung Telecom R&D Center	2000.09	china beijing Chaoyang District, xiaguangli, No. 9, Zhongdian fazhan Building,12/F	R&D	55,424	상동	X
Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	2001.03	No.9 WeiWu Rd.Micro Electronic Industrial Park Xiqing Dist,Tianjin,China	통신제품 생산	2,316,054	상동	O
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	2001.10	P.R.C. Shenzhen, 46F,New World Center,6009 Yitian Road,Futian District, China	반도체/DP 판매	2,560,852	상동	O
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	2002.09	NO.198,Fangzhou Road,Suzhou Industrial park,Jiangsu province, China	전자제품 생산	812,755	상동	O
Samsung Suzhou Module Co.,Ltd (구Samsung Display Suzhou Co., Ltd.)	2002.09	NO.318 Fang Zhou Road,Suzhou Industrial Park,Suzhou,china	DP 임가공	550,429	상동	O
Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.	2011.07	NO.337 Fengli Street,IP,Suzhou, China	DP 생산	1,831,794	상동	O
Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.	2002.02	Samsung Kejian Plant,No.2 songping St.,North Area of Hi-tech Park,Nanshan,Shenzhen,PRC., China	통신제품 생산	146,482	상동	O
Samsung Electronics Shanghai Telecommunication Co., Ltd.	2001.11	2F,Bld.2,No.180 Zhangheng Road,Pudong,Shanghai,China	통신/네트워크 제품 판매	124	상동	X
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd	2003.04	No.15, JinjiHu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	R&D	20,548	상동	X

Samsung Electronics China R&D Center	2004.05	8/F, Huijie Plaza, 268 Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu Province, China	R&D	30,629	상동	X
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	2012.09	A12F, City Gate, 1 Jinye Rd., Xi'an, China	반도체 생산	6,765,278	상동	O
Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited	2005.01	2/F,B-Building,No.2,LiZeZhongYuan 2 Road, ChaoYang District,Beijing,China	서비스	163,455	상동	O
Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	2009.05	300385 China Tianjin No 1. Weisan Rd., Miero-Electronic Industrial Park., Xiqing Dist.	LED 생산	411,558	상동	O
Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.	1994.02	No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic Industrial Park Jingang Road Tianjin China	카메라/캠코더 생산	177,394	상동	O
삼성디스플레이㈜	2012.04	경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95	DP 제조 및 판매	37,939,965	상동	O
에스유머티리얼스(주)	2011.08	충청남도 아산시 당정면 당정로 380-2	DP 부품 생산	21,978	상동	X
스테코(주)	1995.06	충청남도 천안시 서북구 3공단1로 20	반도체 부품 생산	93,819	상동	O
세메스(주)	1993.01	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 77 (모 시리)	반도체/FPD 제조장비	692,721	상동	O
삼성전자서비스(주)	1998.10	경기도 수원시 영통구 삼성로 290 (원천동)	전자제품 수리 서비스	330,185	상동	O
삼성전자판매(주)	1996.07	경기도 성남시 분당구 황새울로 340	전자제품 판매	603,933	상동	O
삼성전자로지텍(주)	1998.04	경기도 수원시 영통구 삼성로 129	종합물류대행	150,390	상동	O
삼성메디슨(주)	1985.07	서울특별시 강남구 테헤란로108길 42 삼성메디 슨빌딩 (대치동)	의료기기	326,260	상동	O
SVIC 14호 신기술투자조합	2009.05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	57,146	상동	X
SVIC 20호 신기술투자조합	2011.03	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	26,858	상동	X
SVIC 21호 신기술투자조합	2011.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	130,290	상동	O
SVIC 22호 신기술투자조합	2011.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	145,501	상동	O
SVIC 23호 신기술투자조합	2012.10	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	34,843	상동	X
SVIC 26호 신기술투자조합	2014.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	20,057	상동	X
SVIC 27호 신기술투자조합	2014.09	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	5,898	상동	X
Simpres Comercio, Locacao e Servicos S.A.	2005.02	Rua Ricardo Cavatton, 227 - Lapa de Baixo CEP 05038-110 - Sao Paulo - SP - Brazil	프린팅솔루션 판매	133,442	상동	O
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co. Ltd.,	2015.02	Lot I-11, D2 Road, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam	CE 생산	0	상동	X
Samsung Pay, Inc.(구LoopPay, Inc.)	2006.03	8 New England Executive Park #220, Burlington, MA, USA	모바일 결제 개발 및 서비 스	16,821	상동	X
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	2014.12	Elían Fiduciary Services Limited, 89 Nexus Way, Cayman Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands	벤처기업 투자	0	상동	X

SVIC 28호 신기술투자조합	2015.02	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	0	상동	X
YESCO Electronics LLC	2007.10	1651 N 1000 W, Logan, Utah 84321	LED 디스플레이 제조 및 판매	37,701	상동	X
SVIC 29호 신기술투자조합	2015.04	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	0	상동	X

※ 주요종속 기업여부 판단기준 : 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상

※ 주요사업에 대한 상세 내역은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하십시오.

(종속기업의 변동)

구분	미주	유럽/ 중아/ CIS	아시아	중국	국내	합계	증가	감소
제44기 (2012년말)	30	61	23	32	20	166개사		
제45기 (2013년말)	25	55	22	33	18	153개사	<p>[미주 : 2개사] NeuroLogica Corp., Intellectual Keystone Technology LLC.</p> <p>[유럽/중아/CIS : 1개사] Samsung Electronics Switzerland GmbH</p> <p>[아시아 : 2개사] Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd., Samsung Electronics New Zealand Limited</p> <p>[중국 : 3개사] Samsung Network R&D Center China-Shenzhen, Samsung R&D Institute China-Xian, SEMES (XIAN) Co., Ltd.</p>	<p>[국내 : 2개사] 세크론(주), (주)지이에스</p> <p>[미주 : 7개사] Newton Sub. Corp., mSpot, Inc., Deltapoint Cardiac Diagnostics, Inc., Samsung Medison America, Inc., Intellectual Keystone Technology LLC., Samsung Medison Brasil Ltda., Samsung Electronics Corporativo, SA de CV</p> <p>[유럽/중아/CIS : 7개사] Samsung Telecoms (UK) Ltd., Samsung LCD Netherlands R&D Center B.V., Samsung LCD Netherlands R&D Center (UK)Limited, General RF Modules AB, Samsung Medison France S.A.S., Samsung Opto-Electronics GmbH, Samsung Medison Italia S.r.l.</p> <p>[아시아 : 3개사] Samsung Electronic Philippines Manufacturing Corp., Batino Realty Corporation, TNP Small/Medium Size & Venture Enterprises Growth Promotion Investment Limited Partnership(TSUNAMI)</p> <p>[중국 : 2개사] Samsung LCD Netherlands R&D Center (HK)Limited, Medison (shanghai) Co., Ltd.</p>
제46기 (2014년말)	30	56	22	32	18	158개사	<p>[국내 : 2개사] SVIC 26호 신기술투자조합, SVIC 27호 신기술투자조합</p> <p>[미주 : 6개사] RT SV CO-INVEST, LP, Quietside LLC, SmartThings, Inc., PrinterOn Inc., PrinterOn America Corporation, 1397011 Ontario Ltd.</p> <p>[유럽/중아/CIS : 3개사] PrinterOn Europe Limited, Samsung Electronics South Africa Production(pty) Ltd., Samsung Electronics Caucasus Co., Ltd.</p> <p>[아시아 : 1개사] Samsung Display Bac Ninh</p>	<p>[국내 : 2개사] 삼성전자측구단(주), 월드사이버게임즈(주)</p> <p>[미주 : 1개사] 1397011 Ontario Ltd.</p> <p>[유럽 : 2개사] Samsung Medison Europe B.V., Nanogen Recognomics GmbH</p> <p>[아시아 : 1개사] Medison Medical Systems India Private Ltd.</p> <p>[중국 : 1개사] Medison Medical Equipment Shanghai Co., Ltd.</p>

제47기 3분기 (2015년 9월말)	32	55	23	30	17	157개사	<p>[국내 : 2개사]</p> <p>SVIC 28호 신기술투자조합, SVIC 29호 신기술투자조합</p> <p>[미주 : 5개사]</p> <p>Simpres Comercio, Locacao e Servicos S.A., Samsung Pay, Inc.(구LoopPay, Inc.), YESCO Electronics LLC, Paymate Global, Inc. Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.</p> <p>[아시아 : 1개사]</p> <p>Samsung Electronics HCMC CE Complex Co. Ltd..</p>	<p>[국내 : 3개사]</p> <p>(주)레이, 하이 파이오니어 사모 특별자산 투자신탁 1호, SVIC 6호 신기술투자조합</p> <p>[미주 : 3개사]</p> <p>Samsung Telecommunications America LLC., Paymate Global, Inc. Nvelo, Inc.</p> <p>[중국 : 2개사]</p> <p>Samsung Electronics Hainan Fiberoptics Co.,Ltd., Samsung Medison Shanghai Medical Instrument Co., Ltd.</p> <p>[유럽 : 1개사]</p> <p>Nanoradio Hellas AE</p>
-----------------------------	----	----	----	----	----	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 당기 중 종속기업 변동내용

구분	자회사	사유
신규 연결	SVIC 28호 신기술투자조합	당기 중 신설
	Simpres	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Samsung Pay(구LoopPay)	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	YESCO Electronics	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund(Beijing Fund)	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Paymate Global	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	당기 중 신설
	SVIC 29호 신기술투자조합	당기 중 신설
연결 제외	레이	투자주식 처분 (매각상대방 : ㈜유주)
	Samsung Telecommunications America(STA)	합병 (합병존속회사: SEA)
	Paymate Global	청산
	Samsung Electronics Hainan Fiberoptics(SEHF)	투자주식 처분 (매각상대방 : Corning Mauritius Ltd.)
	하이 파이오니어 사모 특별자산 투자신탁 1호	청산
	Samsung Medison Shanghai Medical Instrument(SMS1)	청산
	Nanoradio Hellas AE	투자주식 처분 (매각상대방 : Yodiwo AB)
	Nvelo, Inc.	청산
	SVIC 6호 신기술투자조합	청산

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 무디스(Moody's) 및 S&P로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다.
2015년 3분기말 현재 무디스(Moody's)의 당사 평가등급은 A1, 투자전망은 안정적(Stable)이고, S&P의 당사 평가등급은 A+, 투자전망은 안정적(Stable)입니다.

평가일	평가대상 유가증권	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사 (신용평가 등급범위)	비고
'13.08	회사채	A+	S&P (미국) (AAA ~ D)	정기평가
'13.12	회사채	A1	Moody's (미국) (Aaa ~ C)	정기평가
'14.08	회사채	A+	S&P (미국) (AAA ~ D)	정기평가
'14.10	회사채	A1	Moody's (미국) (Aaa ~ C)	정기평가

2. 회사의 연혁

2011.01.01	삼성광주전자 주식회사 흡수합병
2011.02.16	프로소닉(100%) 및 메디슨(43.5%) 지분 인수
2011.04.19	Seagate사와 HDD 사업 양도 등 포괄적 제휴 계약 체결
2011.04.29	메디슨(22.3%) 지분 추가 인수
2011.07.01	삼성SDI(주)에 태양전지사업 양도
2011.07.22	종속기업인 SISA(Samsung Information System America)의 Grandis사(100%) 지분 인수
2012.01.19	에스엘시디 주식회사에 대한 Sony(50.0%) 지분 인수
2012.04.01	LCD사업부문 분할(삼성디스플레이 주식회사 설립)
2012.04.01	삼성엘이디 주식회사 흡수합병
2012.04.10	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 10억불 규모 회사채 발행
2012.07.01	종속기업인 삼성디스플레이의 삼성모바일디스플레이 및 에스엘시디 흡수합병
2012.09.01	종속기업인 삼성메디슨의 프로소닉 흡수합병
2012.12.01	에쓰이에이치에프코리아 주식회사 흡수합병
2013.01.01	종속기업인 세메스의 세크론 및 지이에스 흡수합병
2013.01.28	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 NeuroLogica사(100%) 지분 인수
2014.01.15	종속기업인 삼성디스플레이의 삼성코닝정밀소재 주식 매각 및 Corning Incorporated사 전환우선주 취득
2014.08.18	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 SmartThings사(100%) 지분 인수
2015.01.01	종속기업인SEA(Samsung Electronics America Inc.)의STA(Samsung Telecommunications America LLC) 흡수합병
2015.02.23	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 LoopPay사(100%) 지분 인수

(경영진의 중요한 변동)

당사는 2012년 3월 16일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 3인(최지성, 이윤우, 윤주화)중 이윤우 사내이사는 퇴임하고, 최지성, 윤주화 사내이사가 재선임되었으며, 권오현 사내이사가 신규 선임되었습니다. 또한, 사외이사 임기만료자 3인(윤동민, 이재웅, 박오수)중 이재웅, 박오수 사외이사는 퇴임하고, 윤동민 사외이사가 재선임되었으며, 김한중, 이병기 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2012년 6월 8일 최지성 대표이사에서 권오현 대표이사로 변경되었습니다.

2013년 2월 7일 윤동민 사외이사가 퇴임하였으며
2013년 3월 14일 최지성, 윤주화 사내이사가 사임하였습니다.

2013년 3월 15일 주주총회를 통해 윤부근, 신종균, 이상훈 사내이사가 신규 선임되었으며, 사외이사 임기만료자인 이인호 사외이사가 재선임되고 송광수, 김은미 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2013년 3월 15일 윤부근, 신종균 사내이사가 대표이사로 신규선임되어 대표이사가 3인(권오현, 윤부근, 신종균)으로 변경되었습니다.

2015년 3월 13일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 1인(권오현) 및 사외이사 임기만료자 2인(김한중, 이병기)이 재선임되었습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(권오현, 윤부근, 신종균, 이상훈), 사외이사 5인(이인호, 김한중, 송광수, 이병기, 김은미)으로 구성되어 있습니다.

(그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용)

당사는 2011년 7월 부품사업의 시너지를 강화하기 위하여 DS사업총괄을 신설하였고, 2011년 12월 조직개편을 통해 DMC부문을 신설함으로써 2개(DMC, DS) 부문 체제로 재편하였습니다.

2012년 4월 삼성엘이디 주식회사 흡수합병으로 LED사업부를 신설하였습니다.
2012년 5월 DS부문 산하 일본 지역총괄을 신설하였습니다.
2012년 12월 조직개편을 통해 CE사업부문과 IM사업부문을 각각 부문으로 승격하고, IT솔루션사업부를 프린팅솔루션과 컴퓨터로 분리하여 프린팅솔루션 사업부는 CE부문 소속으로 변경하였으며, 컴퓨터 사업은 IM부문의 무선사업부로 통합하였습니다. 또한 의료기기사업팀은 CE부문 소속의 사업부로 승격되었습니다.

또한, 2013년 12월 조직개편을 통해 디지털이미징사업부를 무선사업부 산하로 통합하였으며, 2015년 3분기말 현재 변동은 없습니다.

[2011년 7월]

	변경전	변경후
사업 조직	영상디스플레이, IT솔루션, 생활가전, 디지털이미징, 무선, 네트워크	영상디스플레이, IT솔루션, 생활가전, 디지털이미징, 무선, 네트워크
	반도체, LCD	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)

[2011년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	영상디스플레이, IT솔루션, 생활가전, 디지털이미징, 무선, 네트워크	DMC부문 (CE담당: 영상디스플레이, 생활가전 (IM담당: 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)
	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD)	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)

[2012년 4월]

	변경전	변경후
사업 조직	DMC부문 (CE담당: 영상디스플레이, 생활가전 (IM담당: 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)	DMC부문 (CE담당: 영상디스플레이, 생활가전 (IM담당: 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)
	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD)	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)

[2012년 5월]

	변경전	변경후
사업 조직	DMC부문 (CE담당: 영상디스플레이, 생활가전 (IM담당: 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)	DMC부문 (CE담당: 영상디스플레이, 생활가전 (IM담당: 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)
	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

[2012년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	DMC부문 (CE담당: 영상디스플레이, 생활가전 (IM담당: 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)
		IM부문 (무선, 네트워크, 디지털이미징)
	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

[2013년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크, 디지털이미징)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 09월 30일) (단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종 류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액:5,000원)이며 2015년 3분기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 보통주) 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 우선주)의 수는 각각 147,299,337주와 22,833,427주입니다 (소각주식수 제외). 당사는 현재까지 3차에 걸쳐 보통주 8,310,000주와 우선주 1,060,000주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한바 있습니다.

당분기말 현재 유통주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 17,986,686주, 우선주 3,229,693주를 제외한 보통주 129,312,651주, 우선주 19,603,734주입니다.

(기준일 : 2015년 9월 30일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수	400,000,000	100,000,000	500,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	155,609,337	23,893,427	179,502,764	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,310,000	1,060,000	9,370,000	-
1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	8,310,000	1,060,000	9,370,000	자사주소각
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	147,299,337	22,833,427	170,132,764	-
V. 자기주식수	17,986,686	3,229,693	21,216,379	-
VI. 유통주식수 (IV-V)	129,312,651	19,603,734	148,916,385	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.

이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식

당사는 2015년 3분기 중 주가안정을 통한 주주가치 제고를 위해 보통주 891,945주, 우선주 118,750주를 각각 취득하였습니다. 2015년 3분기말 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 17,986,686주, 우선주 3,229,693주입니다.

당사는 2015년 10월 29일 주주환원의 목적으로 총 11.3조원 규모의 자사주 매입 및 소각을 발표하였습니다. 자사주 매입은 향후 3~4회에 나누어 진행될 예정이며, 이 중 약 4.2조원 규모의 1회차 자사주 매입을 2015년 10월 30일로부터 3개월내 완료할예정입니다.

(기준일 : 2015년 9월 30일)

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	17,094,741	891,945	-	-	17,986,686	-
			우선주	3,110,943	118,750	-	-	3,229,693	-
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주	17,094,741	891,945	-	-	17,986,686	-
			우선주	3,110,943	118,750	-	-	3,229,693	-
	신탁 계약에의 한 취득	수탁자 보유수량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유수량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)		보통주	-	-	-	-	-	-	
		우선주	-	-	-	-	-	-	
총 계(a+b+c)		보통주	17,094,741	891,945	-	-	17,986,686	-	
		우선주	3,110,943	118,750	-	-	3,229,693	-	

다. 다양한 종류의 주식

당사는 기명식 보통주식외 비누적적 무의결권 기명식 우선주식이 있습니다.
 동 우선주식은 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을 더 받을 수 있도록 하고 있으며, 당분기말 현재 발행주식수는 22,833,427주입니다.

[우선주식 발행현황]

(단위 : 원)

발행일자		1989년 08월 25일(최초 발행일)	
주당 액면가액		5,000	
발행총액(액면가기준) / 발행주식수		119,467백만원	23,893,427주
현재 잔액/ 현재주식수		114,167백만원	22,833,427주
주식의 내용	이익배당에 관한 사항		액면금액 기준 보통주식보다 1%의 금전배당을 추가로 받음
	잔여재산분배에 관한 사항		-
	상환에 관한 사항	상환조건	-
		상환방법	-
		상환기간	-
		주당 상환가액	-
		1년 이내 상환 예정인 경우	-
	전환에 관한 사항	전환조건	-
		전환청구기간	-
		전환으로 발행할 주식의 종류	-
		전환으로 발행할 주식수	-
	의결권에 관한 사항		의결권 없음
	기타 투자 판단에 참고할 사항		-

※ 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면 총액은 114,167백만원으로 납입자본금(119,467백만원)과 상이합니다.

[발행일자별 내역]

일 자	사 유	증가(감소)한 주식의 내용					
		종류	수량(주)	주 당 액면가액(원)	액면가액 합계(원)	주 당 발행가액(원)	발행가액 합계(원)
1989.08.25	유상증자	우선주식	3,400,000	5,000	17,000,000,000	28,800	97,920,000,000
1989.08.25	무상증자	우선주식	340,000	5,000	1,700,000,000	5,000	1,700,000,000
1990.10.29	전환권 행사	우선주식	371,620	5,000	1,858,100,000	29,600	10,999,952,000
1991.03.19	전환권 행사	우선주식	40,898	5,000	204,490,000	29,341	1,199,988,218
1991.03.30	전환권 행사	우선주식	5,112	5,000	25,560,000	29,341	149,991,192
1991.04.08	전환권 행사	우선주식	1,704	5,000	8,520,000	29,341	49,997,064
1991.05.17	DR 발행	우선주식	1,907,671	5,000	9,538,355,000	37,973	72,439,990,883

1991.07.24	전환권 행사	우선주식	34,081	5,000	170,405,000	29,341	999,970,621
1991.07.30	전환권 행사	우선주식	20,449	5,000	102,245,000	29,341	599,994,109
1991.07.31	전환권 행사	우선주식	64,754	5,000	323,770,000	29,341	1,899,947,114
1991.08.30	전환권 행사	우선주식	214,716	5,000	1,073,580,000	29,341	6,299,982,156
1991.09.30	전환권 행사	우선주식	20,448	5,000	102,240,000	29,341	599,964,768
1993.06.17	DR 발행	우선주식	2,542,372	5,000	12,711,860,000	47,312	120,284,704,064
1993.10.29	전환권 행사	우선주식	105,999	5,000	529,995,000	28,302	2,999,983,698
1993.11.12	DR 발행	우선주식	2,158,273	5,000	10,791,365,000	55,975	120,809,331,175
1993.11.29	전환권 행사	우선주식	58,295	5,000	291,475,000	28,302	1,649,865,090
1993.11.30	전환권 행사	우선주식	19,079	5,000	95,395,000	28,302	539,973,858
1994.04.06	DR 발행	우선주식	1,086,956	5,000	5,434,780,000	74,502	80,980,395,912
1994.06.03	전환권 행사	우선주식	16,027	5,000	80,135,000	25,809	413,640,843
1994.06.06	전환권 행사	우선주식	9,072	5,000	45,360,000	25,809	234,139,248
1994.06.13	전환권 행사	우선주식	17,236	5,000	86,180,000	25,809	444,843,924
1994.06.22	전환권 행사	우선주식	1,209	5,000	6,045,000	25,809	31,203,081
1994.06.27	전환권 행사	우선주식	16,632	5,000	83,160,000	25,809	429,255,288
1994.06.28	전환권 행사	우선주식	54,131	5,000	270,655,000	25,809	1,397,066,979
1994.06.29	전환권 행사	우선주식	292,127	5,000	1,460,635,000	25,809	7,539,505,743
1994.06.30	전환권 행사	우선주식	52,922	5,000	264,610,000	25,809	1,365,863,898
1994.07.01	전환권 행사	우선주식	232,854	5,000	1,164,270,000	25,809	6,009,728,886
1994.07.04	전환권 행사	우선주식	116,426	5,000	582,130,000	25,809	3,004,838,634
1994.07.05	전환권 행사	우선주식	188,401	5,000	942,005,000	25,809	4,862,441,409
1994.07.06	전환권 행사	우선주식	686,164	5,000	3,430,820,000	25,809	17,709,206,676
1994.07.07	전환권 행사	우선주식	270,349	5,000	1,351,745,000	25,809	6,977,437,341
1994.07.08	전환권 행사	우선주식	977,068	5,000	4,885,340,000	25,809	25,217,148,012
1994.07.12	전환권 행사	우선주식	6,048	5,000	30,240,000	25,809	156,092,832
1994.07.19	전환권 행사	우선주식	68,040	5,000	340,200,000	25,809	1,756,044,360
1994.07.20	전환권 행사	우선주식	4,232	5,000	21,160,000	25,809	109,223,688
1994.08.12	전환권 행사	우선주식	944	5,000	4,720,000	25,502	24,073,888
1995.03.13	무상증자	우선주식	3,028,525	5,000	15,142,625,000	5,000	15,142,625,000
1996.03.13	무상증자	우선주식	5,462,593	5,000	27,312,965,000	5,000	27,312,965,000
2003.04.14	이익소각	우선주식	-470,000	5,000	-2,350,000,000	-	-
2004.01.15	이익소각	우선주식	-330,000	5,000	-1,650,000,000	-	-
2004.05.04	이익소각	우선주식	-260,000	5,000	-1,300,000,000	-	-
우선주식 계			22,833,427		114,167,135,000		642,261,376,652

5. 의결권 현황

당사 보통주 발행주식총수는 147,299,337주이며 정관상 발행할 주식 총수(5억주)의 29.5%에 해당됩니다. 보통주 외에 22,833,427주의 우선주를 발행하였습니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 17,986,686주 및 발행된 우선주는 의결권이 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(12,506,577주)을 제외할 경우, 의결권 행사 가능 주식수는 116,806,074주입니다.

(기준일 : 2015년 09월 30일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	147,299,337	-
	우선주	22,833,427	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	17,986,686	상법상 자기주식
	-	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	우선주	22,833,427	우선주인 자기주식 3,229,693주 포함
	-	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	12,479,184	독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 제한 [삼성생명 10,622,814주 삼성화재 1,856,370주]
	보통주	27,393	보험업법에 의한 제한 [삼성생명 특별계정 일부]
의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-
	-	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	116,806,074	-
	우선주	-	-

※ "기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한"된 주식 中, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 제한 주식수 12,479,184주(삼성생명 고유계정 10,622,814주, 삼성화재 1,856,370주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사 가능

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 및 자사주매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주의 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 2015년 10월 29일 당사는 주주환원의 목적으로 총 11.3조원 규모의 자사주 매입 및 소각을 발표하였습니다. 자사주 매입은 향후 3~4회에 나누어 진행될 예정이며, 이 중 약 4.2조원 규모의 1회차 자사주 매입을 2015년 10월 30일로부터 3개월내 완료할 예정입니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제47기 3분기	제46기	제45기
주당액면가액 (원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		15,452,161	23,082,499	29,821,215
주당순이익 (원)		103,720	153,105	197,841
현금배당금총액 (백만원)		148,916	2,999,972	2,156,969
주식배당금총액 (백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		1.0	13.0	7.2
현금배당수익률 (%)	보통주	0.1	1.5	1.0
	우선주	0.1	1.9	1.4
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	1,000	20,000	14,300
	우선주	1,000	20,050	14,350
주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ 47기, 46기 중간배당금은 각각 148,916백만원(주당 1,000원), 75,408백만원(주당 500원)입니다.

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.

※ 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 '3.연결재무제표 주석' 중 주당이익 항목을 참조하십시오.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인 등 157개의 동종업종을 영위하는 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업군별로 보면 Set 사업에서는 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 프린터 등을 생산/판매하는 CE 부문과 스마트폰 등 HHP, 네트워크 시스템, 컴퓨터 등을 생산/판매하는 IM 부문이 있습니다. 부품사업에서는 DRAM, 모바일AP 등의 제품을 생산/판매하고 있는 반도체 사업과 TV, 모니터, 노트북 PC, 모바일용 등의 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산/판매하고 있는 DP 사업의 DS 부문으로 구성되어 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문		주요 제품
CE 부문		TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 프린터, 의료기기 등
IM 부문		HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터, 디지털카메라 등
DS 부문	반도체 사업부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등
	DP 사업부문	TFT-LCD, OLED 등

지역별로 보면 국내에는 CE, IM 부문 및 반도체 사업을 총괄하는 본사와 17개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다.

본사는 수원사업장(CE 부문 및 R&D 센터 등)과 구미사업장(IM 부문), 기흥사업장(반도체 사업), 화성사업장(반도체 사업), 광주사업장(생활가전 사업) 등으로 구성이 되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매, 제품의 애프터서비스를 담당하는 삼성전자서비스 및 제품의 운송을 담당하는 삼성전자로지텍 등 총 17개의 종속기업으로 구성되어 있습니다.

해외는 미주, 유럽, 아시아, 아프리카 등지에서 생산, 판매, 연구활동을 담당하는 140개의 해외 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주는 TV, HHP 등 Set제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(뉴저지, 미국), TV 생산을 담당하는 SAMEX(티후아나, 멕시코), 반도체 제조를 담당하는 SAS(오스틴, 미국)를 포함하여 총 32개의 생산, 판매 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽은 영국내 Set제품 판매를 담당하는 SEUK(영국)와 SEF(프랑스), SEG(독일), SEI(이탈리아) 등의 판매법인이 있으며, 유럽내 TV 생산을 담당하는 SESK

(슬로바키아), SEH(헝가리) 및 냉장고 등 가전생산을 담당하는 SEPM(폴란드) 등의 생산법인 등을 포함하여 총 31개의 법인이 운영되고 있습니다.

아시아는 SAPL(싱가폴)을 중심으로 SEAU(호주), SEPCO(필리핀), SME (말레이시아) 등 판매법인 및 HHP 생산법인 SEV(베트남), TV 생산법인 SDMA (말레이시아), TV·HHP 등 복합 생산법인 SIEL(인도) 등을 포함하여 총 23개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국은 중국내 Set 제품 판매를 담당하는 SCIC(북경), SEHK(홍콩) 등의 판매법인과 Set 제품의 생산, 반도체 및 DP의 임가공을 담당하는 천진지역, 소주지역 등의 생산법인 (TSTC, SSEC, SESS 등)을 포함하여 총 30개의 법인이 운영되고 있습니다.

아프리카, 중동, CIS에서는 생산, 판매 등을 담당하는 24개 법인이 운영되고 있습니다.

[CE 부문]

(산업의 특성 등)

TV산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산/판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관 (1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV사업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 하드웨어 측면에서의 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 소프트웨어 측면에서의 디지털 방송 확산(영/미 1998년~)을 통해 TV 시장은 또 다시 강력한 성장 모멘텀을 되찾았습니다.

FPTV는 화질, 디자인 등 제품 성능의 향상과 지속적인 Set가격 하락으로 인해 성장을 지속하며 기존 CRT 시장을 빠르게 대체하였습니다. 또한, 2010년 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스(OTT, OVER-THE-TOP) 업체들의 부상과 스마트 기기에 대한 사용자들의 관심이 증대되어 본격적인 스마트 TV 시장이 태동하였습니다. 한편 2013년에는 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV가 출시되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하고 있습니다.

2015년 전체 TV 수요는 전년비 0.4% 상승한 2억 3,169만대로 예상되며, 제품별로는 LCD-TV(LED-TV 포함)가 전년비 2.3% 상승한 2억 3,007만대, PDP-TV는 전년비 95.6% 하락한 29만대 등입니다. (출처 : 2015.7월 Display Search)

(국내외 시장여건 등)

TV시장의 Mega Trend인 대형화/고화질화가 Device간, 업체간 경쟁 격화에 따라 더욱 빠른 속도로 진행되고 있으며, 이에 따라 제품력과 브랜드파워를 앞세운 Major 업체의 강세가 지속되고 있습니다. 또한 고화질 및 슬림 제품에 대한 소비자 Needs가 높아짐에 따라 친환경 소재인 LED BLU(Back Light Unit)를 적용하여 TV의 밝기와 명암비를 높이고 소비전력을 낮춘 LED TV가 시장의 Main Stream으로 자리 잡았습니다. 한편 TV를 시청하면서 인터넷 정보를 얻으려는 사람들의 욕구가 증가할 것이라는 전망에 따라 스마트 TV 판매에도 주력한 결과, 2011년에는 스마트 Hub 기반의 다양한 App을 이용할 수 있는 스마트 TV를 출시하고 프리미엄 시리즈 판매 전략을 통해 스마트 TV 시장을 주도하였습니다. 2012년에는 소비자의 사용편의 혁신을 위해 음성/제스처 기반의 신개념 입력방식(Smart Interaction)을 도입하여 향후 TV 시장 트렌드를 리드하고 있으며 2013년에는 사용자의 사용이력을 기반으로 하여 방송 프로그램을 추천해주는 시스템을 도입하였습니다. 2014년에는 비디오 시청경험 극대화를 당사의 Smart TV 지향점으로 지정하고 사용성 혁신, 다양한 비디오 콘텐츠 확보, 플랫폼 강화를 추진하였습니다. 2015년에는 전압이나 빛을 가하면 크기에 따라 각각 다른 색을 내는 반도체 결정 기술을 적용한 SUHD TV를 출시하였습니다.

<CE 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2015년 3분기	2014년	2013년
TV	21.2%	22.6%	21.6%

※ 2013년, 2014년 시장점유율은 외부조사기관인 Display Search의 세계시장점유율 자료(수량기준)를 활용하였으며, 2015년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2006년 이후 2014년까지 9년 연속으로 TV 전체, FPTV, LCD-TV 세계 1위 등 Triple Crown을 지속 달성하였습니다. (출처 : 2014.12월 Display Search)

특히 2009년에는 세계 최초로 LED TV(LED BLU, 초슬림/초경량화, 친환경)라는 신규 카테고리 창출하였고, 2010년 1분기에 세계 최초로 3D TV/BDP/안경/BD Title을 동시에 제공하는 3D Total Solution을 출시하여 압도적인 경쟁력 우위로 3D TV 시장을 선점하였습니다. 이에 더하여 2010년에 세계 최초 TV용 App Store 'Samsung Apps'를 런칭한 이후 2011년에는 "Your Video", "Social TV", "Search All", "Web Browser" 등 다양한 서비스가 가능한 스마트 Hub를 출시하여 "스마트 TV = SAMSUNG"이라는 이미지를 확립하였습니다. 또한 2012년 당사는 TV 화면을 보면서 운동, 교육 등이 가능한 콘텐츠 개발을 통해 가족이 이용할 수 있는 서비스를 강화해 나가고 다른 디지털 기기와의 연결을 쉽게 하는 "All Share" 기능 강화를 통해 스마트 TV 시장에서 경쟁력 우위를 유지하였습니다. 2013년에는 기존 대비 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV를 출시하였고, 2014년에도 UHD TV, Curved TV 등 Premium 시장을 주도하며 업계 리더십을 유지하였습니다.

[IM 부문]

(산업의 특성 등)

휴대폰은 가장 개인화된 전자기기의 하나로 2014년말 전세계 보급율이 73% 수준이었으며, 2015년에는 보급율 77%에 도달할 전망입니다.

(출처 : 2015.7월 Strategy Analytics)

휴대폰 산업은 1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식을 거쳐, 멀티미디어 데이터의 고속 전송이 가능한 WCDMA 등 3세대 이동통신이 보편화되었으며, 현재는 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 이동통신기술이 탑재된 휴대폰의 시장보급이 확대되고 있습니다. 특히 4세대 이동통신 중 LTE 시장은 세계 각지로 확산되고 있고 데이터 전송속도가 보다 향상된 LTE-Advanced도 당사와 이동통신 사업자간 협력을 통해 2013년 6월 한국에서 상용화가 시작되었습니다. 최근 휴대폰 시장은 스마트폰과 태블릿 뿐만 아니라 갤럭시 노트 등 신개념 제품 중심으로 급격히 변화하고 있습니다. 이런 시장변화는 기존 Hardware 경쟁력뿐만 아니라 사용자에게 유용하고 다양한 정보를 편리하게 사용할 수 있도록 해주는 Application, UX 등 Software 경쟁력의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

2014년 전체 휴대폰 시장규모는 약 18억대 수준이었으며, 2015년에는 전년비 5% 성장한 약 19억대 수준으로 전망됩니다. 이 중 스마트폰은 2014년 12.6억대 수준에서 2015년에는 약 16% 성장하여 15억대에 가까운 수준이 될 것으로 예상됩니다. 태블릿 시장은 2014년 2.4억대에서 2015년 2.3억대 수준으로 전년 대비 약 4%의 역성장이 전망됩니다. (출처 : Strategy Analytics - 휴대폰 '15.7월, 스마트폰/태블릿 '15.8월)

<IM 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2015년 3분기	2014년	2013년
HHP	21.9%	22.4%	26.8%

※ 2013년, 2014년, 2015년 3분기 시장점유율은 외부조사기관인 Strategy Analytics의 세계시장점유율 자료(수량기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

당사는 프리미엄 스마트폰부터 보급형까지 풀라인업을 유지하는 한편 LTE, Note 등 신규시장을 선도하며 시장 리더십을 강화해왔습니다. 특히, 갤럭시 S 시리즈, 갤럭시 Note 등의 Flagship 스마트폰의 성공을 바탕으로 글로벌 스마트폰 1위 위상을 지속 유지하고 있습니다.

앞으로도 스마트폰은 Premium 시장 리더십을 더욱 확고히 하고 갤럭시 Gear S, 갤럭시 Gear VR, 갤럭시 Gear Circle과 같은 웨어러블 제품 및 Flexible Display 등 신규 제품 카테고리 고객 다양한 요구에 적극 대응하겠습니다. 최근 업체간 제품 및 가격경쟁 심화 등으로 어려움이 높아지는 시장환경속에서 당사는 전략모델 중심으로 제품 및 가격 경쟁력을 강화하여 적극 대응해 나가겠습니다. 또한, Mobile Healthcare, B2B 등 미래 성장에 대비한 투자를 지속하고 업계 최고의 R&D 역량을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하는 기업으로 위상을 더욱 높여 가도록 하겠습니다.

[DS 부문]

- 반도체 사업부문

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 암산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 메모리반도체는 크게 읽고(Read) 쓸 수(Write)있는 램(RAM)제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM)제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 버리기 때문에 휘발성메모리(Volatile Memory)라고 하며 컴퓨터의 주기억장치, 응용프로그램의 일시적 로딩>Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. System LSI 제품은 응용처 등에 따라 종류가 다양하며 가장 규모가 큰 것이 PC 및 모바일 기기, 서버 등의 중앙처리장치인 CPU(Central Processing Unit)이고 가전, 네트워크, 게임 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 AP제품과 이미지 센서, 기타 주문형 반도체 등을 공급하고 있습니다.

반도체 시장은 세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 호황과 불황을 주기적으로 반복하여 왔지만, 글로벌 경기 침체 및 공급과잉 시기에 경쟁력을 확보하지 못한 업체들의 구조조정으로 수급 불균형은 점차 줄어들고 있습니다. 또한 최근 스마트폰, 태블릿 PC 등 신규 모바일 시장 창출과 PC 및 서버 시장의 안정적인 성장으로 시장 수요 기반이 다변화되어 수급 변동성은 과거 대비 줄어들 것으로 전망하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

DRAM은 전반적인 공급 초과가 지속되는 가운데, 모바일 분야는 신제품 수요 영향으로 수급이 소폭 개선되나 PC 등의 응용처는 지속적인 수요약세가 예상됩니다.

다만, 타 업체는 선단공정을 채용한 DDR4/LPDDR4 등 고성능 고신뢰성 제품 개발이 지연되고 있어 당사로의 수요 쏠림 현상이 가중되고 있습니다.

NAND는 신규 스마트폰의 NAND 탑재량 증가, SSD 채용 확대 등으로 수요가 증가하나, 경쟁사의 공정 미세화에 따른 Chip 공급량 증가도 동시에 예상 됩니다.

<반도체 사업부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2015년 3분기	2014년	2013년
DRAM	44.9%	39.6%	36.7%

※ 2013년, 2014년, 2015년 3분기 시장점유율은 외부조사기관인 DRAmEXchange의 세계시장점유율 자료(금액기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

당사는 세계 최초로 DRAM 20나노 제품의 개발 및 양산 안정화를 완료하여 경쟁사 대비 1년 이상 앞선 기술 및 원가 경쟁력을 확보하였습니다. 더불어, 20나노 차별화 제품 추가 개발 및 10나노급 DRAM 개발에 박차를 가하는 등 DRAM 시장의 절대적 위상을 이어 나가고 있습니다. NAND의 경우 Planar 타입과 Vertical 타입을 동시에 개발/양산하는 등 고객이 원하는 모든 제품에 적기 대응하고 있습니다. 특히, 경쟁사 대비 앞선 기술력을 확보한 Vertical NAND는 3세대 48단 적층제품을 본격 양산하였고 고성능 SSD에 탑재하여 프리미엄 시장에 적극 진입 중에 있으며, 원가 경쟁력 극대화를 위해 완성도 높은 3bit 제품 비중을 지속 확대 해 나가고 있습니다.

2015년은 서버 및 중저가 모바일 시장이 성장 할 것으로 예상됨에 따라, 당사는 선단공정을 기반으로 한 차별화 제품 확대 및 다양한 제품 라인업을 이용한 응용처별 최적 대응을 통해 메모리 1위 업체로서 시장을 선도해 나갈 것입니다.

- DP 사업부문

(산업의 특성 등)

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 전기 소비량이 적으며 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다.

대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔습니다. 하지만 LCD 모니터 및 TV 보급률이 크게 높아짐에 따라 최근에는 성장률이 둔화되는 추세를 보이고 있습니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면 표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다.

이러한 장점은 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 차별화 요소로 작용하여 10인치 이하 중소형 디스플레이 시장에서 OLED의 채용이 급속히 늘어나고 있습니다. 더불어 TV 및 투명디스플레이를 포함한 대형 시장으로 영역이 확대되고 있습니다.

TFT-LCD와 OLED 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 이러한 장치산업은 일반적으로 경기변동에 민감한 산업으로, 제품수요는 지속적으로 증가하더라도 생산업체간 경쟁적 설비 투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있으며 수요증가분에 대한 선점을 위해 업체간 유사한 시기에 생산설비 투자가 집중되어 생산능력이 급격히 증가될 수 있습니다. 이처럼 생산능력이 급격히 증가하는 시기에는 패널 판매가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 판매가격의 상승이 이루어질 수 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

2015년 대형 패널 시장은 TV 사이즈 대형화 및 UHD 성장 지속 등으로 견조한 수요가 유지될 것으로 보이나, 패널 업계 Capa 증가 및 Set업체의 수요 감소 Risk로 인해 수급 상황에 변동이 발생할 가능성이 있습니다.

모바일은 기존 High-End 스마트폰 시장 중심에서 Mid-End 시장으로 제품 라인업이 증가될 뿐만 아니라 스마트폰 패널의 고해상도화 및 사이즈 대형화도 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 웨어러블 제품인 스마트 워치 및 플렉서블 제품, Automotive 등으로 제품군 확대가 예상됩니다.

당사는 앞선 기술력을 바탕으로 대형 TFT-LCD 시장을 선도해왔을 뿐만 아니라, 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있으나, 디스플레이 업계 전반의 경쟁은 심화되고 있는 상황입니다.

<DP 사업부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2015년 3분기	2014년	2013년
디스플레이 패널	21.9%	20.9%	20.4%

※ 2013년, 2014년, 2015년 3분기 시장점유율은 외부조사기관인 Display Search의 세계시장점유율 자료(대형패널-금액기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

당사는 불량률 개선을 통한 Loss 절감 및 수율 향상을 통해 제조 경쟁력을 제고하고 있으며, 원가 절감을 위해 고투과 패널 개발 및 핵심 장비 국산화 노력 등을 지속하고 있습니다. 또한 거래선과의 기술 및 제품 개발 협업체계를 더욱 공고히 하여 업계 최고의 가동률을 유지하고 수익성을 확보해 나갈 것입니다.

대형 패널 사업에 대해서는 원가 개선 지속 및 재고 건전성 확보에 최선을 다하는 한편, 시장 환경을 지속 모니터링하여 적절히 대응할 수 있도록 하겠습니다.

모바일은 제품군을 다변화하고 고객기반을 지속적으로 확대해나갈 예정입니다.

특히, 중장기 성장 동력인 플렉서블 디스플레이의 기술수준 향상 및 생산성 증대를 통하여 시장내 리더십을 확고히 하는 한편, 투명, Mirror, Head Mount, Automotive 디스플레이 등 신규 어플리케이션의 개발을 강화하여 신성장 동력을 확보할 수 있도록 준비하겠습니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원, %)

부문		구 분	제47기 3분기		제46기		제45기	
			금액	비중	금액	비중	금액	비중
CE 부문		총매출액	84,299,333	23.2%	124,916,892	25.3%	125,088,762	22.4%
		내부매출액	51,254,388	23.7%	74,733,757	25.9%	74,757,247	22.7%
		순매출액	33,044,945	22.4%	50,183,135	24.3%	50,331,515	22.0%
		영업이익	438,205	2.2%	1,184,325	4.7%	1,673,343	4.5%
		총자산	49,177,842	13.1%	43,116,374	12.8%	47,183,953	14.9%
IM 부문		총매출액	169,253,449	46.6%	236,438,979	47.9%	299,161,654	53.6%
		내부매출액	90,700,242	42.0%	124,674,435	43.3%	160,344,435	48.7%
		순매출액	78,553,207	53.3%	111,764,544	54.2%	138,817,219	60.7%
		영업이익	7,908,699	39.0%	14,562,885	58.2%	24,957,741	67.8%
		총자산	103,331,740	27.6%	94,227,108	27.9%	86,132,881	27.1%
DS 부문	반도체	총매출액	64,753,973	17.8%	75,058,071	15.2%	70,908,145	12.7%
		내부매출액	30,375,730	14.1%	35,328,169	12.3%	33,471,566	10.2%
		순매출액	34,378,243	23.3%	39,729,902	19.3%	37,436,579	16.4%
		영업이익	9,990,399	49.3%	8,776,442	35.1%	6,887,978	18.7%
		총자산	98,951,159	26.5%	87,567,196	25.9%	76,224,096	24.0%
	DP	총매출액	41,162,726	11.3%	52,227,615	10.6%	61,294,886	11.0%
		내부매출액	20,201,594	9.4%	26,500,446	9.2%	31,457,770	9.5%
		순매출액	20,961,132	14.2%	25,727,169	12.5%	29,837,116	13.0%
		영업이익	1,996,987	9.9%	660,181	2.6%	2,980,563	8.1%
		총자산	49,560,709	13.3%	46,826,533	13.8%	42,195,558	13.3%
	계	총매출액	109,196,883	30.1%	131,459,756	26.6%	134,394,781	24.1%
		내부매출액	53,911,422	25.0%	65,669,950	22.8%	66,633,875	20.2%
		순매출액	55,285,461	37.5%	65,789,806	31.9%	67,760,906	29.6%
		영업이익	11,910,394	58.8%	9,430,915	37.7%	10,000,665	27.2%
		총자산	174,294,625	46.6%	160,138,321	47.4%	145,872,686	45.9%

※ 순매출액은 본사 및 연결대상 해외법인의 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.
수치임]

[△는 부(-)의

2015년(제47기) 3분기 매출은 순매출액 기준 147조 3,380억입니다.

CE 부문이 33조 449억(22.4%), IM 부문이 78조 5,532억(53.3%)이며,
반도체 사업부문이 34조 3,782억(23.3%), DP 사업부문이 20조 9,611억(14.2%) 등
DS 부문이 약 37.5% 수준입니다.

2015년(제47기) 3분기 영업이익은 20조 2,707억입니다.

IM 부문이 7조 9,087억으로 전체이익의 39.0%를 차지하며 DS 부문은 전체이익의
58.8%인 11조 9,104억을 달성하였습니다.

□ 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준 적용

- 1) 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품/모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품/모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 프린터, HHP, 컴퓨터 등 완제품과 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산, 판매하고 있습니다.

2015년 3분기 당사 제품별 순매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

부문		주요 제품	순매출액	비중
CE 부문		TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 프린터, 의료기기 등	330,449	22.4%
IM 부문		HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터, 디지털카메라 등	785,532	53.3%
DS 부문	반도체 사업	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	343,782	23.3%
	DP 사업	TFT-LCD, OLED 등	209,611	14.2%
	부문 계		552,855	37.5%
기타		-	△195,456	△13.2%
전체 계			1,473,380	100.0%

※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준)

[△는 부(-)의 수치임]

2015년 3분기 매출은 CE 부문이 33조 449억으로 전체 순매출액의 22.4%, IM 부문이 78조 5,532억으로 53.3%를 차지하며, DS 부문이 55조 2,855억으로 37.5%를 구성하고 있습니다.

☞ 세부 제품별 매출은 5. 매출 항목을 참조하십시오.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

TV 평균판매 가격은 2014년에 이어 2015년도에도 하락세가 지속되었습니다. HHP 평균판매 가격은 2014년과 비슷한 수준이며, 메모리 및 디스플레이 패널 관가는 2014년 대비 하락하였습니다.

3. 주요 원재료

(단위 : 억원, %)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고(매입처)
CE	원재료	디스플레이 패널	화상신호기	40,996	26.3%	CMI, AUO 등
	원재료	기타		114,754	73.7%	
	부문 계			155,750	100.0%	
IM	원재료	모바일용 디스플레이 패널	화상신호기	29,759	10.3%	일진디스플레이 등
	원재료	Base Band Chip	CPU	22,849	7.9%	Qualcomm 등
	원재료	기타		236,700	81.8%	
	부문 계			289,308	100.0%	
DS	원재료	Glass	디스플레이용 유리기관	10,809	6.9%	코닝정밀소재 등
	원재료	POL	편광판	14,359	9.1%	동우화인켐, NITTO 등
	원재료	Window	강화유리	13,135	8.3%	BIEL 등
	원재료	기타		119,008	75.7%	
	부문 계			157,311	100.0%	
기타				214	-	
총계				602,584	-	

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.

당사의 주요 원재료는 CE 부문의 경우 TV 및 모니터용 디스플레이 패널 모듈이며, IM 부문은 모바일용 디스플레이 패널 및 Base Band Chip 등입니다. 또한, DS 부문의 경우 Glass, POL, Window 등이 주요 원재료입니다. TV 및 모니터에 사용되는 대형 디스플레이 패널은 CMI, AUO 등에서 공급받고 있으며, 모바일용 디스플레이 패널은 일진디스플레이 등에서, Base Band Chip은 Qualcomm 등으로부터 공급받고 있습니다. 또한, 코닝정밀소재, 동우화인켐 등으로부터 Glass, POL을 공급받아 디스플레이 패널을 제조하고 있습니다.

- 주요 원재료 가격 변동 추이

CE 부문의 주요 원재료인 TV 및 모니터용 디스플레이 패널 가격은 설비투자 증가 및 생산성 향상으로 인한 공급 과잉으로 2014년 대비 평균 9% 가격이 하락하였습니다. IM 부문의 모바일용 디스플레이 패널은 2014년 대비 약 4% 증가하였으며, Base Band Chip의 경우 2014년 대비 약 6% 가격이 하락하였습니다. DS부문의 원재료 가격은 전반적으로 하락하는 추세입니다. 반도체 Wafer는 전년 대비 약 15% 하락하였으며, 디스플레이 패널 원재료 중 Glass는 전년 대비 약 28% 하락하였습니다.

4. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대,천개)

부문	품 목	제47기 3분기 ('15.1.1~9.30)	제46기 ('14.1.1~12.31)	제45기 ('13.1.1~12.31)
		수량	수량	수량
CE 부문	TV	33,478	62,990	53,102
IM 부문	HHP	375,200	523,750	556,600
DS 부문	메모리	192,261,000	173,506,000	116,909,000
	DP	7,179	9,185	8,260

※ 생산능력은 글로벌 기준이며, 주요 제품기준입니다.

CE 및 IM 부문의 주요 품목별 생산능력은 평균 라인수×시간당 평균생산실적×일평균가동시간×가동일수로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1GB 환산기준으로 환산생산실적(패키지 OUT기준)을 가동율로 나눠서 생산능력을 산출하고 있고, DP의 경우 라인별 생산가능한 제품의 총면적을 8세대 Glass (2200×2500mm)로 환산하고 있습니다.

(생산실적)

(단위 : 천대,천개)

부문	품 목	제47기 3분기 ('15.1.1~9.30)	제46기 ('14.1.1~12.31)	제45기 ('13.1.1~12.31)
		수량	수량	수량
CE 부문	TV	30,961	55,066	47,527
IM 부문	HHP	317,630	439,520	499,480
DS 부문	메모리	192,261,000	173,506,000	116,909,000
	DP	6,359	8,252	7,340

※ 생산실적은 글로벌 기준이며, 주요 제품기준입니다.

2015년 3분기 CE 부문의 TV 생산실적은 30,961천대이고, 한국(수원), 중국, 멕시코, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. IM 부문의 HHP 생산실적은 317,630천대이며 한국(구미), 중국, 베트남, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 192,261백만개(1GB 환산기준)이며, 한국(기흥, 화성) 및 중국에서 생산하고 있습니다. DP 생산실적은 6,359천개이며, 한국(천안, 아산), 중국, 슬로바키아 등 지역에서 생산 중입니다.

(가동률)

(단위 : 천대)

부문	품 목	제47기 3분기 생산능력 대수	제47기 3분기 실제 생산대수	가동률
CE 부문	TV	33,478	30,961	92.5%
IM 부문	HHP	375,200	317,630	84.7%

당사 CE 및 IM 부문의 2015년 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV가 97.6%, HHP가 84.7%입니다.

(단위 : 시간)

부문	품 목	제47기 3분기 가동가능 시간	제47기 3분기 실제 가동시간	가동률
DS 부문	메모리	44,448	44,448	100.0%
	DP	69,816	68,910	98.7%

DS 부문의 메모리와 DP는 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 휴일을 포함하여 2015년 3분기 누적 가동일은 총 273일입니다. 273일×생산라인수×24시간으로 실제 가동시간을 산출하여 가동률을 계산하였습니다.

나. 생산설비 및 투자현황 등

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

당사는 서울 서초구에 위치한 서초사업장을 비롯하여 수원, 구미, 기흥, 온양, 광주 등 국내사업장 및 북미, 구주, 중국 등 해외 CE, IM 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (10개 사업장)	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)
	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244 (공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302 (임수동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1 (반월동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107 (오선동)
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465(성성동)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181(명암리)
해외 (CE, IM 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	미국, 뉴저지
	구주 총괄	영국, 런던
	중국 총괄	중국, 북경
	동남아 총괄	싱가폴, 싱가포르
	서남아 총괄	인도, 뉴델리
	CIS 총괄	러시아, 모스크바
	중동 총괄	아랍에미리트, 두바이
	아프리카 총괄	남아프리카공화국, 요하네스버그
	중남미 총괄	브라질, 상파울로
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	미국, 산호세
	구주 총괄	독일, 에쉬본
	중국 총괄	중국, 상해
	동남아 총괄	싱가폴, 싱가포르
	일본 총괄	일본, 동경

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2015년 3분기말 현재 장부가액은 86조 5,604억으로 전년말 대비 5조 6,874억 증가하였습니다. 2015년 3분기 신규취득은 19조 1,777억이며, 감가상각비는 14조 6,140억입니다.

(단위 : 백만원)

구 분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타	계
기 초	기초장부가액	7,710,352	17,598,547	37,751,890	15,832,307	1,979,854	80,872,950
	취득원가	7,710,352	26,474,937	127,603,897	15,832,307	5,664,513	183,286,006
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(8,876,390)	(89,852,007)	-	(3,684,659)	(102,413,056)
증 감	일반취득 및 자본적지출	254,523	6,105,307	18,482,779	(6,460,794)	795,908	19,177,723
	사업결합으로 인한 취득	246	1,757	3,498	47	29,228	34,776
	감가상각	-	(1,149,941)	(12,775,514)	-	(688,574)	(14,614,029)
	처분/폐기	(20,972)	(43,046)	(141,442)	(39)	(43,425)	(248,924)
	손상	-	-	1,446	-	(449)	997
	기타	(95,527)	(121,177)	1,510,765	(164,991)	207,865	1,336,935
분 기 말	분기말장부가액	7,848,622	22,391,447	44,833,422	9,206,530	2,280,407	86,560,428
	취득원가	7,848,622	32,477,795	146,219,191	9,206,530	6,516,450	202,268,588
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(10,086,348)	(101,385,769)	-	(4,236,043)	(115,708,160)

※ 기타 : 매각예정분류자산으로의 대체 및 환율변동에 의한 증감액 등 포함

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.

※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.

(2) 시설투자현황

당사는 2015년 3분기 중 반도체와 DP사업부문의 라인 성능 개선 등 시설투자에 19.2조를 사용하였습니다. 반도체 첨단기술 리더십 강화 및 DP 생산라인 효율화를 중심으로 투자 증가가 예상됩니다.

[부문별 시설투자금액]

(단위 : 억원)

사업부문	구 분	투자기간	대 상/자 산	제47기 3분기 투자액	비 고
반도체	신/증설, 보완 등	'15.1~'15.9	건물/설비	112,194	
DP	신/증설 보완 등	'15.1~'15.9	건물/설비	29,413	
기 타	기타	'15.1~'15.9	건물/설비	50,170	
합 계				191,777	

5. 매출

가. 매출실적

2015년 3분기 매출은 147조 3,380억으로 전년 동기 대비 4.0% 감소하였습니다. 부문별로 보면 CE 부문이 8.0% 감소하였고, IM 부문은 평가 하락 등에 따라 8.1% 감소하였습니다. DS 부문은 전년 동기 대비 15.0% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문		매출유형	품 목		제47기 3분기 ('15.1.1~9.30)	제46기 (2014년)	제45기 (2013년)
CE 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 프린터, 의료기기 등	계	330,449	501,831	503,315
IM 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터, 디지털카메라 등	계	785,532	1,117,645	1,388,172
DS 부문	반도체 사업	상 품 제 품 용 역 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	계	343,782	397,299	374,366
	DP 사업	상 품 제 품 용 역 기타매출	TFT-LCD, OLED 등	계	209,611	257,272	298,371
	부문 계				552,855	657,898	677,609
기 타		기타매출	-	계	△195,456	△215,314	△282,169
합 계					1,473,380	2,062,060	2,286,927

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준)

[△는 부(-)의 수치임]

- 주요제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제47기 3분기 ('15.1.1~9.30)	제46기 (2014년)	제45기 (2013년)
영상기기	198,456	324,486	331,207
무선	764,293	1,074,149	1,353,537
MEMORY	259,510	293,244	237,146
DP	209,611	257,272	298,371

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준)

- 매출유형별 매출 실적

(단위 : 억원)

구 분	제47기 3분기 ('15.1.1~9.30)	제46기 (2014년)	제45기 (2013년)
제상품	1,464,662	2,036,716	2,252,839
용역 및 기타매출	8,718	25,344	34,088
계	1,473,380	2,062,060	2,286,927

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

- 주요지역별 매출현황 (별도기준)

(단위 : 억원)

구 분	제47기 3분기 ('15.1.1~9.30)	제46기 (2014년)	제45기 (2013년)
국내	111,877	153,247	172,004
미주	314,094	433,940	442,526
유럽	122,689	208,982	335,645
아시아 및 아프리카	225,202	298,140	341,059
중국	226,758	283,946	292,487
계	1,000,620	1,378,255	1,583,721

나. 판매경로

☐ 국 내

판매자	판매경로		소비자
생산자 (공장)	대리점		소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 인터넷)		
	대리점	농협, 구판장, 계열점	
	통신사업자(SKT, KT, LG유플러스)		
	직접판매		

☐ 해 외

판매자	판매경로					소비자
생산법인	판매법인	Retailer				소비자
		Dealer		Retailer		
		Distributor	Dealer	Retailer		
		통신사업자				
	물류법인	판매법인	Retailer			
			Dealer	Retailer		
			Distributor	Dealer	Retailer	
	직접판매					

☐ 판매경로별 매출액 비중

경로	도매	소매	특직판	기타
비중	33%	24%	38%	5%

※ Global 기준임

다. 판매방법 및 조건

□ 국 내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	- 약정여신수금(현금,30일여신) (담보 100%내 여신적용)	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점,할인점, 백화점,홈쇼핑,인터넷	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
특직판	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

□ 해 외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점,할인점,백화점	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래선 직판 영업	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

- 스마트 제품을 중심으로 한 시장 리더십 확대
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객/시장 중심 Operation 역량 강화
- 영업역량 강화

마. 주요 매출처

2015년 3분기 당사의 주요 매출처는 Apple, Deutsche Telekom, Ingram Micro, Sprint, Verizon 등 입니다. 당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 13% 수준입니다.

6. 수주상황

2015년 3분기말 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운영하고 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 중속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

또한, 당사는 해외 지역별 중심지(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 일본, 브라질, 러시아)에 금융관리요원을 파견하여 지역 금융센터를 운영함으로써, 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가 능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다.

당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 당사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

당사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

당사는 전략적 목적 등으로 매도가능금융자산으로 분류된 지분증권에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분증권(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액(법인세효과 반영 전)은 각각 48,896백만원 및 57,768백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

당사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성 위험

당사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

당사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이상징후가 발견될 경우 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 당사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 당사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

당사의 자본위험관리 정책은 전기와 변동이 없었으며, 당분기말 현재 회사는 S&P로부터 A+ , Moody's로부터 A1 평가등급을 받고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	65,838,937	62,334,770
자 본	180,728,636	168,088,188
부채비율	36.4%	37.1%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 당사 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	23,608,377	(*)	16,840,766	(*)
단기금융상품	40,895,407	(*)	41,689,776	(*)
단기매도가능금융자산	5,220,977	5,220,977	3,286,798	3,286,798
매출채권	27,631,463	(*)	24,694,610	(*)
장기매도가능금융자산(*2)	8,628,872	8,211,414	12,667,509	12,272,756
기타	3,551,301	3,530,398	4,762,971	4,725,263
소계	109,536,397		103,942,430	
금융부채				
매입채무	9,842,913	(*)	7,914,704	(*)
단기차입금	11,303,099	(*)	8,029,299	(*)
미지급금	7,672,000	(*)	9,258,344	(*)
유동성장기부채	46,910	(*)	1,778,667	(*)
사채	1,458,885	1,488,220	1,355,882	1,377,113
장기차입금	78,001	61,846	101,671	82,271
장기미지급금	2,214,367	2,256,516	2,520,277	2,606,179
기타	8,861,788	(*)	11,474,129	(*)
소계	41,477,963		42,432,973	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 금액(당분기: 417,458백만원, 전기: 394,753백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	5,220,977	-	5,220,977
장기매도가능금융자산(*)	4,889,610	33,379	3,288,425	8,211,414
기타	-	66,160	840	67,000
(2) 부 채				
기타	-	44,643	-	44,643

(단위: 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	1,016,878	2,269,920	-	3,286,798
장기매도가능금융자산(*)	5,776,836	3,050,338	3,445,582	12,272,756
기타	-	45,898	102,513	148,411
(2) 부 채				
기타	-	78,348	-	78,348

(*) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 금액(당분기: 417,458백만원, 전기: 394,753백만원)이 제외되어 있습니다.

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

당사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

- 당사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

- Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
장기매도가능금융자산				
태원전기산업	17,094	현금흐름할인법	영구성장율	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.76%~9.76%(8.76%)
삼성벤처투자	6,586	현금흐름할인법	영구성장율	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.74%~9.74%(8.74%)
Corning Incorporated 전환우선주	2,871,758	상향모형	위험 할인율	5.46%~7.46%(6.46%)
			가격 변동성	29.8%~35.8%(32.8%)
파생상품				
내재파생(전환권 등)	840	이항모형	할인율	3.31%~7.44%(5.22%)
			주가 변동성	15.84%~22.28%(18.93%))

(4) Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	3,548,095	493,378
매입	77,227	2,498,800
매도 등	(123,798)	(10,871)
당기손익으로 인식된 손익	(11,230)	(14,518)
기타포괄손익으로 인식된 손익	(195,051)	192,453
기타	(5,978)	(41,731)
분기말	3,289,265	3,117,511

(5) Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과 (기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	

	당기손익	자본	당기손익	자본
장기매도가능금융자산(*1)	-	247,116	-	(216,189)
내재파생(전환권 등)(*2)	262	262	(261)	(261)
계	262	247,378	(261)	(216,450)

(*1) 전환우선주는 주요 관측불가능한 투입변수인 변동성(29.8%~35.8%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써, 기타 지분증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(*2) 주식 관련 파생상품은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 주가와 변동률 사이의 상관관계를 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 FTS, 에이피시스템(주) 등의 전환사채를 보유하고 있으며, 2015년 3분기말 현재 파생상품 가치는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

	자산	부채	평가이익	평가손실
풋-옵션 등	9,908	-	161	1,783
계	9,908	-	161	1,783

※ 옵션가치 산정은 블랙홀즈 모형 등을 사용

당사는 Corning Incorporated의 전환우선주를 보유하고 있으며, 2015년 3분기말 현재 전환우선주의 가치는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	취득원가	공정가치	평가이익	평가손실
전환우선주	2,434,320	2,871,758	437,438	-

※ 공정가치는 삼항 모형을 이용, 평가이익은 자본(기타자본항목)에 반영

환율 변동 리스크 관리를 위하여 당사의 종속기업은 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지합니다.
또한, 해외법인은 위험회피목적으로 1년 미만 만기 통화선도를 은행을 통하여 매수 또는 매도합니다.

2015년 3분기말 현재, 체결 중인 통화선도 거래에 대한 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

	자산	부채	평가이익	평가손실
통화선도	65,997	44,605	57,039	20,446
계	65,997	44,605	57,039	20,446

9. 경영상의 주요계약 등

거래선	항 목	내 용
에릭슨	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
구글	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25 / 영구
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약(향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
시스코	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.23
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
글로벌 파운드리즈	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기 및 기간	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
	기타 주요내용	-
인터디지탈	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.06.03
	목적 및 내용	특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
Sharp	계약 유형	상호 특허 사용계약
	체결시기 및 기간	2015.01.01
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
마이크로소프트	계약 유형	분쟁종료 합의
	체결시기 및 기간	-
	목적 및 내용	로열티 지급에 관한 분쟁 종료 목적
	기타 주요내용	-

※ 계약 체결 금액 등 기타 특허 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품,미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 창조적이고 혁신적인 제품을 준비하고 있으며 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

[연구개발비용]

(단위 : 백만원)

과 목		제47기 3분기	제46기 3분기	제46기	제45기
연구개발비용 계		11,101,697	11,412,295	15,325,507	14,780,432
회계 처리	개발비 자산화(무형자산)	858,982	679,094	940,001	461,030
	연구개발비(비용)	10,242,715	10,733,201	14,385,506	14,319,402
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100]		7.5%	7.4%	7.4%	6.5%

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2015년 3분기 당사의 연구개발비용은 11조 1,017억이며, 자산화된 8,590억을 제외한 10조 2,427억원을 당기 비용으로 회계처리하였습니다.

나. 연구개발 조직 및 운영

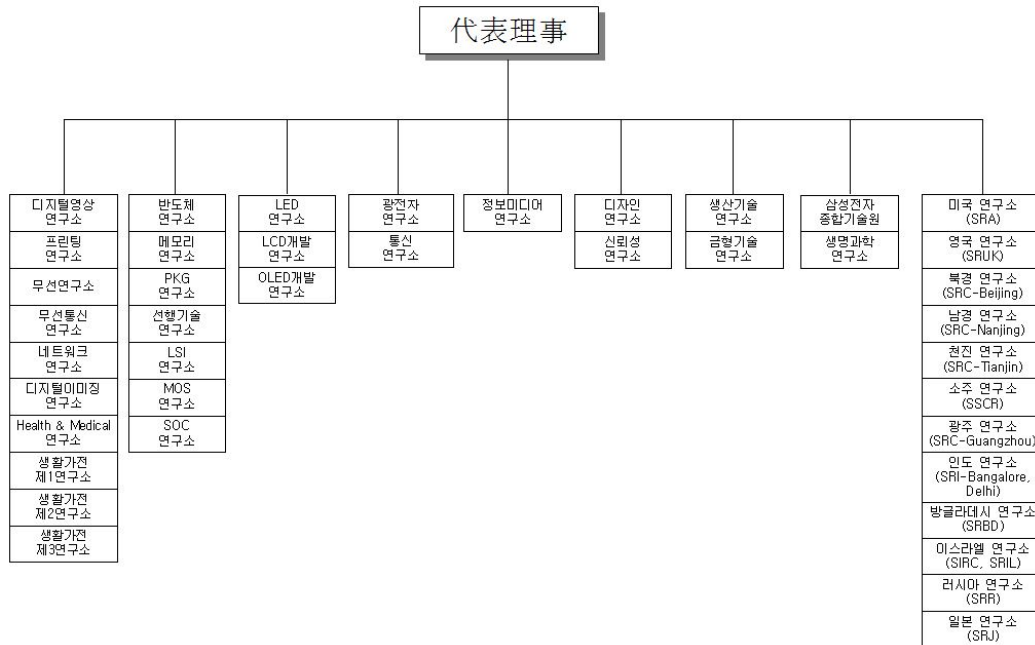
□ 국내

당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문의 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

종합기술원은 무한탐구를 실현하며 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R&D 체제를 구축하고 있습니다.

□ 해외

미국(SRA), 영국(SRUK), 러시아(SRR), 이스라엘(SRIL,SIRC), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 일본(SRJ), 중국(SSCR, SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Tianjin, SRC-Guangzhou) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품개발 및 기초기술연구 등의 연구활동을 수행중입니다.



※ 연구개발 조직도는 2015년 3분기말 기준입니다.

※ 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 I.회사의 개요 중 사. 연결대상 종속기업 개황을 참조하시기 바랍니다.

다. 연구개발실적

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용
스마트 TV 서비스	<input type="checkbox"/> '13년 Smart Hub 서비스 런칭 <ul style="list-style-type: none"> - 5개 패널 UI를 통해 카테고리별 콘텐츠를 쉽고 빠르게 액세스 할 수 있는 Smart Hub 제공 • On TV : 현재시간/각 시간대별 시청이력 기반 방송 추천 • Movies & TV Shows : 사용자 시청 이력 기반 / 인기/ 신작 VoD 추천 • Photos, Videos & Music : 최근재생/ 녹화/ 사진/ 음악/ 동영상 리스트 제공 • Social : SNS 친구 추천된 콘텐츠 / 영상 통화 리스트 • Apps : 추천 / 다운로드 앱 등 표시 <input type="checkbox"/> SDK 4.1 Public Release <ul style="list-style-type: none"> - '13년도 주요 S/W 모듈 플랫폼 탑재를 통한 플랫폼 및 Ecosystem 강화 - Linux 및 Mac 에뮬레이터 지원 및 로컬 Cloud Emulator 기능 제공 - '13년 Smart Controller 기능 추가 - Native IME ('13년 입력 장치 대응) 	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시: '13.2월
160lm/W 미들파워 LED패키지	<input type="checkbox"/> 업계 최고 수준인 160lm/W 미들파워 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 1와트당 160루멘의 광효율을 달성한 미들파워 - 업계 최고 수준의 LED패키지를 최초 양산 <input type="checkbox"/> 미들파워 기술 선도 이미지 제고 및 LED패키지 시장력 지속 확대	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.2월 <input type="checkbox"/> 명칭 : LM561B
Smart Input Device	<input type="checkbox"/> '13년형 스마트 무선 키보드 도입 <ul style="list-style-type: none"> - QWERTY 문자입력 및 Touch Pad로 기기 제어 용이 - TV/모바일 등 BT 표준 지원 기기間 멀티 Pairing 지원 (별도 단축 버튼 제공) <input type="checkbox"/> '13년형 외장형 카메라 도입 <ul style="list-style-type: none"> - 500만 화소 카메라 지원으로 영상통화(Skype) 화질 개선 - EPTZ(Electronic Pan Tilt Zoom), Face Tracking 지원 - One Hand Gesture Recognition 지원 	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시: '13.3월
HDD 방송 복합기 (BD-F8500)	<input type="checkbox"/> 제품 주요특징 <ul style="list-style-type: none"> - Dual Tuner 장착, CI , LAN, USB 2.0, HDMI, S-PDIF - 내장 HDD, WiFi - 3D 방송 녹화 <input type="checkbox"/> 개발 내용 <ul style="list-style-type: none"> - '13년 UX & Apps 적용 , Fox-B 적용 - New Micom (Nuvoton, 32bit) - Movie & TV Show, Screen Mirroring, Remote Access 	<input type="checkbox"/> 지역 : 구주 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월

BD Player (BD-F7500)	<input type="checkbox"/> 제품 주요특징 4K 3D Wifi BDP 프리미엄 모델 - 4K 출력 Scaler 내장 / 2HDMI 출력적용(4K/Audio) - TV 7080 디자인 매칭 - VFD Front Display 적용 - Smart Hub 적용 / 신규 기능 Screen mirroring 적용 - 2 x 2 Dual band Wifi 모듈적용(간섭영향 최소화) <input type="checkbox"/> 개발 내용 - 4K 출력 대응 Scaler Chip 적용 개발 - Audio 전용 HDMI 출력 적용(사용성 확대) - Smart Hub 기능 강화 (Movie & TV Show, Screen Mirroring, Remote Access) - TrustZone 적용에 따른 Security 강화	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월
Mobile AP 개발	<input type="checkbox"/> 업계 최초 빅리틀 기반 옥타코어 Mobile AP 개발 및 양산 - 빅리틀 기반 옥타코어로 저전력 특성 극대화 - 'Exynos 4 Quad' 제품비 2배 향상된 GPU 능력 - WQXGA 지원으로 스마트폰 및 태블릿 적용 가능 - 업계 최초로 eMMC 5.0 및 USB 3.0 인터페이스 적용 - 당사 AP 기술 리더십 지속 확보	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월 <input type="checkbox"/> 명칭 : Exynos 5 Octa
Mobile용 10나노급 128GB 낸드플래시 양산	<input type="checkbox"/> 고성능 10나노급 128GB 낸드플래시 양산 - '12.11월 10나노급 64GB에 이어 2배 용량 출시 - '12.5월부터 최고 성능 20나노급 64GB 낸드 탑재 <input type="checkbox"/> 128GB 낸드 기반 메모리 카드와 SSD 시장 확대로 제품 경쟁력 우위 강화 및 메모리시장 성장 주도	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 128GB 낸드플래시
Server용 20나노급 1TB Server SSD 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최고 성능 1TB급 Server 스토리지 양산 - 클라우드서비스 시장을 위한 고효율 Solution 제공 - Server 시스템 성능 6배 향상, 전력 소비량 30% 절감 <input type="checkbox"/> 차세대 SSD 개발로 프리미엄 SSD 시장 성장 주도 - 고부가가치 Server용 SSD로 경쟁력 우위 확대	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 960GB Server SSD
스마트카드 IC	<input type="checkbox"/> 업계 최초 스마트카드 IC로 'CC EAL7' 획득 - 세계적 수준의 설계/제조/보안 기술력 적용 - 다양한 해킹에 저항 가능한 정형적 모델링 확립 - 프랑스 인증서 기관(ANSSI)을 통한 인증서 발급 <input type="checkbox"/> 스마트카드 IC 기술 선도 이미지 제고 및 FSID 시장력 지속 확대	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S3FT9KF
고해상도 OLED 패널 개발	<input type="checkbox"/> 고해상도 기술 개발로 경쟁사 제품 대비 해상도 특성 우위 확보 및 시장 경쟁력 강화 <input type="checkbox"/> 스마트폰용 OLED패널 양산	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.4월
eFlash 공정	<input type="checkbox"/> 업계 최초 45나노 eFlash 공정 개발 - 스마트카드 IC 테스트칩 개발로 상용화 기술 확보 - 소비전력 25%, 데이터 읽는 시간 50% 감소 - '14년 下半年 첫 상용화 제품 양산 예정 - MCU 제품향 파운드리/ASIC 사업에도 확대 적용 <input type="checkbox"/> 스마트카드 IC 기술 선도 이미지 제고 및 파운드리/ASIC 고객 유치 효과	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.5월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 45나노 eFlash

초대형/고해상도 LCD TV 패널 개발	<input type="checkbox"/> 55인치,65인치 UHD TV 패널 양산 <input type="checkbox"/> UHD TV 라인업 확대로 시장리더쉽 강화 및 대중화 기여	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.6月
OLED TV 패널 개발 (55인치)	<input type="checkbox"/> 커브드 OLED TV 출시를 통한 차세대 TV 시장 선점 효과 <input type="checkbox"/> Zero Pixel Defect 화질 구현을 통해 경쟁력 확보	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.6月
Smart Interaction	<input type="checkbox"/> 동작 인식 기능 성능 개선 - 동작 감도 개선, Thumbs Up 인식을 개선 <input type="checkbox"/> 대화형 음성 인식 기능 지원 국가 확대 - 확장 국가: 캐나다/스위스/스페인 · 지원 국가: 9개국('13.6월末 기준) · 미국, 영국, 한국, 프랑스, 독일, 호주, 캐나다, 스위스, 스페인 <input type="checkbox"/> OLED/UHD TV향 내장형 카메라 도입 - OLED Design 대응 회로/기구 신규 개발 반영 - 5M 화소, 동작/얼굴 인식 지원(LED F8000 동일 사양)	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시: '13.6月 <input type="checkbox"/> 적용 제품 - 동작 인식: 카메라 내장 TV - 대화형 음성인식: LED 6400 이상 모델 - 내장 카메라: OLED TV KN55S9CAF, UHD TV 55/65 F9000
Monitor (SC770)	<input type="checkbox"/> '13년 Touch Monitor Line up 추가 - 새로운 시장 창출을 위한 프리미엄 Touch Monitor 도입 <input type="checkbox"/> 사용 편의성 강화 - 차별화된 사용성 및 디자인을 제공하여 경쟁사 대비 절대적 우위 확보 <input type="checkbox"/> Touch 사용의 최적의 솔루션 - 정전 방식 Touch를 적용하여 빠른 Touch 및 10 Points 멀티 Touch 가능, Windows8 인증 가능 - 인체 공학적인 슬라이딩 스탠드 구조 적용 - 광시야각 Panel 및 일반모니터 3배에 달하는 명암비 제공 <input type="checkbox"/> 프리미엄 디자인 - 메탈 소재를 활용한 프리미엄 디자인 제공 - Touch 사용시 화면의 몰입감을 최대로 키울수 있는 Narrow Bezel 디자인	<input type="checkbox"/> 지역 : 미주/구주 外 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.6月 <input type="checkbox"/> 인치 : 24"
3차원 수직구조 128GB V낸드플래시 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 新개념 128GB 3차원 V낸드플래시 양산 - 3차원 CTF(Charge Trap Flash)셀 구조혁신 및 수직적층 공정혁신으로 미세화 한계를 극복 - 집적도 2배/셀수명 10배/쓰기속도 2배 향상 <input type="checkbox"/> 300件 핵심 특허개발로 테라낸드 양산기술 확보 - 대용량 시장 선점 위한 기술 경쟁력 우위 강화	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.8月 <input type="checkbox"/> 명칭 : 128GB V낸드플래시
Open Cell 모니터 SC590	<input type="checkbox"/> Display 제품군의 Open Cell 도입 추진 - Open Cell 모델 도입 <input type="checkbox"/> 라인업 강화 - Open Cell 신규 라인업 - 27" Slim Design 대응하면서 기존 SC570모델 대비 업그레이드 모델 <input type="checkbox"/> 사용 편의성 강화 - Narrow Bezel Design으로 몰입감 있는 작업, 심미적 가치 제공 - PLS 계열 광시야각 Panel 적용, 어느 각도에서든 선명한 색 재현 - HDMI 단자 지원으로 PC,영상기기 등 연결기기 확대	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.8月 <input type="checkbox"/> 인치 : 27"

Wearable Display Watch	<input type="checkbox"/> 디자인 차별화 기반 OLED 신 Application 시장 창출 <input type="checkbox"/> 1.63인치 고해상도 Compact Design 개발	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시: '13.9월
Server향 3D V낸드 기반 960GB 고신뢰성 SSD 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 3D V낸드 기반 고신뢰성 960GB SSD양산 - 3D V낸드 탑재로 SLC 낸드 SSD와 동등 성능 구현 - 고신뢰성/고성능/대용량/저전력 고객가치 향상 <input type="checkbox"/> 초절전솔루션으로 데이터센터 투자효율 극대화 - 차세대 그린IT시장 확대를 위한 경쟁력 확보	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시: '13.9월 <input type="checkbox"/> 명칭: 960GB 3D V낸드 SSD
Flexible 기술개발	<input type="checkbox"/> 차세대 제품의 시장 선점을 위한 선행기술 확보 <input type="checkbox"/> 세계최초 커브드 스마트폰 디스플레이 양산	<input type="checkbox"/> 지역: 국내 <input type="checkbox"/> 출시: '13.10월
ISOCELL 픽셀기술 개발	<input type="checkbox"/> 업계 최초 차세대 이미지센서 픽셀기술 개발 - 인접 화소를 격리하는 새로운 공법 적용 - 전기적 신호 손실 최소화로 감도 향상 - 신규기술 적용 첫 제품은 샘플 제공 <input type="checkbox"/> 당사 이미지센서 분야 기술 리더십 제고	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시: '13.11월 <input type="checkbox"/> 명칭: S5K4H5YB
Mobile향 20나노급 8GB LPDDR4 D램	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 20나노급 8GB LPDDR4 D램 개발 - 최저 소비전력/최고속 LPDDR4 모바일 D램 개발 - '12년 LPDDR3에 이어 '14년 LPDDR4 시장 창출 <input type="checkbox"/> 20나노급 8GB D램으로 모바일/서버 풀라인업구축 - '14년 모바일 최대용량 4GB 출시로 신시장창출	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시: '13.12월 <input type="checkbox"/> 명칭: 8GB LPDDR4 모바일 D램
LFD ME95C	<input type="checkbox"/> Product Concept - 초대형 95" LED LFD(세계 최대 Edge LED LFD) - Slim Bezel & Depth Metallic Black Premium Design - 가로/세로 설치에 관계없는 Symmetric Design - Smart Meeting Room을 위한 Valuable 기능 지원 <input type="checkbox"/> 제품 사양 - PIM Half Embedded 구조 지원 - 센서 이용 자동 Pivot 지원 - 단자: D-sub,DVI,Component(AV),DP,HDMIx3,RS232C	<input type="checkbox"/> 지역:미주/구주/국내 외 <input type="checkbox"/> 출시: '13.12월 <input type="checkbox"/> 인치: 95"
스마트카드 신제품 개발	<input type="checkbox"/> 플래시 메모리 내장 (e-flash) NFC 출시 - 업계 유일 45나노 e-플래시 로직 공정 사용, 90나노 제품 대비 집적도 및 전력효율 개선 - 최소 안테나 솔루션 지원으로 제품 소형화 - 업계 최초 NFC칩을 통해 모바일 POS 구현 ※ POS (Point of Sales): 판매시점 정보관리 시스템	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시: '14.1월 <input type="checkbox"/> 명칭: S3FWRN5
고해상도 저소비전력 Tablet 제품 기술	<input type="checkbox"/> 고해상도 Tablet 패널 양산 <input type="checkbox"/> 투과율향상에 의한 Tablet 제품의 저소비전력 달성 및 생산 수율 향상	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시: '14.2월
Server향 20나노 4GB DDR3 D램 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 초미세 20나노 4GB DDR3 D램 양산 - 독자개발 '고집적/초고속/저전력' 기술 적용 - 25나노 대비 생산성 30% 이상 향상 <input type="checkbox"/> 20나노 4GB D램으로 PC 및 서버 풀라인업 출시예정 - 향후 모바일까지 쏘라인업 출시로 경쟁력 강화	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시: '14.2월 <input type="checkbox"/> 명칭: 4GB DDR3 D램
ISOCELL 이미지센서 신제품 개발	<input type="checkbox"/> 1600만화소 ISOCELL 이미지센서 신제품 출시 - 어두운 공간에서도 선명한 이미지 획득 - 업계 최초 1600만화소/ 초당 30fps 촬영 - 16:9 종횡비 FullHD 해상도 제공	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시: '14.3월 <input type="checkbox"/> 명칭: S5K2P2

HMP 솔루션 적용 모바일 AP 신제품 개발	<input type="checkbox"/> Exynos 5 Octa (5422) 신제품 출시 - HMP 솔루션 적용으로 고성능/저전력 코어 8개 조합 및 활용하여 전력효율 강화 - WQHD 및 WQXGA 초고해상도 지원 - 절전모드 자동전환 및 모바일 영상 압축 기술 사용으로 저전력 특성 강화 <input type="checkbox"/> Exynos 5 Hexa (5250) 신제품 출시 - HMP 솔루션 적용으로 고성능/저전력 코어 6개 조합 및 활용하여 전력효율 강화 - WQXGA 초고해상도 지원	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.1월/3월 <input type="checkbox"/> 명칭 : Exynos5250/Exynos5422
UHD TV HU9000	<input type="checkbox"/> 완벽한 몰입감을 주는 Ultimate Curved UHD TV - 인체공학적 Curved LED Panel 채용 <input type="checkbox"/> 경쟁사 대비 확고한 차별화 가치 제시 - Multi-Link Screen 추가한 Smart Hub 기능 - 유일한 Evolutionary UHD TV <input type="checkbox"/> 프리미엄 디자인 - Ergonomic Curved Design 채용 - Immersive Viewing Experience를 통한 최상의 Premium 이미지 선점	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.3월 <input type="checkbox"/> 인치 : 55"/65"
PC향 2세대 V-NAND기반 1TB SSD 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 2세대 3D V낸드기반 1TB SSD 양산 - 2세대 V낸드로 '3차원 메모리 대중화시대'열어 - 작년 서버시장 창출에 이어 PC시장 본격 공략 <input type="checkbox"/> 고신뢰성,고성능,저전력 V낸드 SSD 라인업 출시 - 기존 SSD 보다 수명 2배 확대 및 20% 절전 - 7월부터 전세계 53개국에 'V낸드 SSD' 런칭	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.5월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 1TB V-NAND SSD
ISOCELL 이미지센서 신제품 개발	<input type="checkbox"/> 1300만화소 적층형 ISOCELL 이미지센서 개발 - 적층형 구조로 칩 크기 감소, 회로영역 증가 - 스마트WDR 기능 탑재로 인한 노출 다양화는 역광에서의 색 재현성 개선	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.6월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S5K3M2
모바일 AP 신제품 개발	<input type="checkbox"/> Exynos 5 Octa (5430) 신제품 출시 - 20나노 저전력 HKMG공정 적용, 전력 효율 향상 - HMP 솔루션 적용으로 성능향상 및 저전력 코어 필요에 따라 개별적으로 동작 - 절전모드 자동전환 및 모바일 영상 압축 기술 사용으로 저전력 특성 강화 - WQHD 및 WQXGA 초고해상도 지원	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.6월 <input type="checkbox"/> 명칭 : Exynos 5430
UHD TV (UN105S9WAF)	<input type="checkbox"/> Product Concept - Wide Curved(21:9) 105" UHD TV - 초대형 105" Curved UHD TV 세계 최초 도입을 통한 시장 리더십 확고화 필요 <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - SDC(社) 4200R 105" Wide Curved Panel 채용 - Golf-AP/MP Platform 적용 - 궁극의 몰입감 및 현장감 있는 시청 환경 제공	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.7월 <input type="checkbox"/> 인치 : 105"

LFD QMD	<input type="checkbox"/> Premium UHD Line Up 도입 - 고해상도 UHD급 LFD 라인업 도입 운영 - SE13U Platform 적용 - LFD Usage 대응을 위한 사양 적용 - TV HU7K 디자인 공용화를 통한 추가 투자비 절감 <input type="checkbox"/> 주요 기능 - Full HD 4분할 화면 지원 (2/3/4/ 다양한 Format의 화면 분할 시나리오) - DP 1.2 및 SBB 적용 가능	<input type="checkbox"/> 지역: 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.8월 <input type="checkbox"/> 인치 : 85"
PC/서버향 32단 3비트 3D V-NAND 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 3비트(bit) 3D V낸드기반 1TB SSD 양산 - 3비트 V낸드로 'V낸드 SSD 대중화시대' 열어 - 생산성 50% 향상된 V낸드로 표준형SSD 시장 공략 <input type="checkbox"/> 고신뢰성·고성능·저전력 V낸드 SSD 라인업 강화 - 기존 2.5"에 이어 mSATA 및 M.2 SSD 라인업출시 - 12월부터 전세계 53개국에 '850 EVO SSD' 런칭	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.10월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 128Gb 3bit 3D V-NAND (850 EVO SSD)
Bendable TV Nov (UN78S9BAF)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 Bendable UHD TV - 당사 Tech Leadership 확보 <input type="checkbox"/> Design - Timeless Gallery Design 채용 - TV가 꺼지는 순간, 하나의 미학적인 오브제	<input type="checkbox"/> 지역 : 국판 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.11월 <input type="checkbox"/> 인치 : 78"
Mobile향 20나노 8Gb LPDDR4 D램 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 초미세 20나노8Gb LPDDR4 D램 양산 - 독자개발 '고집적/초고속/고용량' 솔루션 적용 - 세계 최초 4GB 시장 창출 및 선점 <input type="checkbox"/> 20나노 D램 라인업 확대로 D램 시장 증가세 견인 - 향후 차세대 라인업(8/6/4Gb) 확대로 시장선점	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.12월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 8Gb LPDDR4 D램
모바일 AP 신제품 출시	<input type="checkbox"/> 업계 최초 14나노 핀펫 공정 기반 모바일 AP - 14나노 공정은 20나노 공정 比 20% 성능 향상, 35% 소비전력 감소, 30% 생산성 개선	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '15.1월 <input type="checkbox"/> 명칭 : Exynos 7 Octa
NFC 신제품 출시	<input type="checkbox"/> RF 성능 향상된 4세대 NFC 솔루션 - 3세대 제품 比 카드모드 2배, 리더모드 20% ↑ <input type="checkbox"/> 스마트폰 환경에서 모바일 POS 구현 지원 <input type="checkbox"/> 45나노 임베디드 플래시 공정 적용 - 고객의 제품 개발 및 인증기간 단축	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '15.1월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S3FWRN5P
Mobile향 10나노급 128GB UFS 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 모바일용 메모리 128GB UFS 양산 - 메모리카드의 12배, eMMC의 2.7배 성능 향상 - 세계 최초 128GB UFS 시장 창출 및 선점 <input type="checkbox"/> 고용량 메모리 시장 확대로 프리미엄시장 성장 주도 - 기존보다 2배 고용량 라인업(128/64/32GB) 출시	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '15.2월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 128GB UFS (내장 메모리 카드)
SUHD TV 출시	<input type="checkbox"/> Curved SUHD TV : 궁극의 몰입감 제공 ※ S : 압도적인(Spectacular), 스마트(Smart), 세련된(Stylish), 최고의(Superb) <input type="checkbox"/> Design : Chamfer Design (Real Metal)	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '15.3월 <input type="checkbox"/> 인치: 65"/78"/88"

PC向 10나노급 NAND기반 512GB M.2 NVMe SSD양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 PC용 512GB M.2 NVMe SSD 양산 - SATA SSD보다 4배 빠른 읽기성능 2,260MB/s 구현 - 세계 최초 모바일워크스테이션, 슬림PC 시장 선점 <input type="checkbox"/> 초고속 고용량 SSD 시장 확대로 프리미엄시장 주도 - 향후 V낸드기반 라인업출시로 PC시장 본격 공략	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '15.4월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 512GB M.2 NVMe SSD (SM951 SSD)
HAV(WAA) WAM5500/ZA	<input type="checkbox"/> Ambient Audio 차별화된 음질 및 감성적 디자인으로 신규 카테고리 제안 (Blending, conventional 디자인) - Wireless Audio 360 및 Ring Radiator Tech 통한 동일한 음질 제공 - TV/AV제품 호환성을 통한 Multiroom Audio 사용성 확대 - Analog Wheel을 적용하여 감성적인 사용경험 제공 - Voice AUI를 적용을 통한 설정정보를 이해하기 쉬움 - OLED를 적용하여 Visual 경험 제공	<input type="checkbox"/> 지역 : 미주 <input type="checkbox"/> 출시 : '15.8월
CMOS 이미지센서 신제품 출시	<input type="checkbox"/> 업계 최초 1.0um 1600만 화소 모바일 이미지센서 - 아이소셀 기술로 1.12um 화소와 동등 화질 구현 - 높이 5mm 이하 카메라 모듈 실현을 가능케 해 모바일 기기 디자인 슬림화 지원 - 1.12um화소 센서 대비 모듈 높이 20% 감소	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '15.7월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S5K3P3
SSD向 3세대(48단) 256Gb 3D V-NAND 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 3세대(48단) 256Gb 3D V낸드 양산 - 128Gb 낸드보다 집적도 2배 높은 256Gb 본격양산 - PC, 엔터프라이즈서버, 데이터센터 SSD시장 선점 <input type="checkbox"/> 초고속 SSD 라인업 확대로 '테라SSD 대중화' 주도 - 3세대 V낸드기반 라인업 확대로 시장 본격 공략	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '15.8월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 256Gb 3D V낸드 (3세대 48단)
Mobile向 20나노 D램기반 12Gb LPDDR4 모바일 D램양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 모바일용 12Gb LPDDR4 D램 양산 - PC D램보다 2배 빠른 4,266Mbps 속도 최초 구현 - 모바일에서 PC, 가전, 자동차시장까지 시장 선점 <input type="checkbox"/> 초고속 D램 시장 선점으로 프리미엄 D램시장 주도 - 향후 6GB 라인업 출시로 차세대 D램시장 본격공략	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '15.9월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 12Gb LPDDR4 모바일 D램 (20나노D램)

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권관련

당사는 R&D활동의 지적 재산화에도 집중하여 2014년 15조 3천억원의 R&D 투자를 통해 국내특허 7,574건 출원, 해외특허 14,342건을 출원하였습니다. 이를 통해 2014년 미국 특허취득건수는 4,952건으로 2006년부터 IBM에 이어 9년 연속으로 2위를 유지하고 있습니다.

< 국가별 등록 건수(2014년말 기준, 누적)>

(단위 : 件)

국가	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가
건수	32,507	35,718	14,834	9,099	6,814	7,735

당사는 1984년 최초로 미국 특허를 등록시킨 이래 현재 세계적으로 총 106,707건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 누적 건수 기준으로 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

< 연도별 특허등록 건수>

(단위 : 件)

특허등록	'14년	'13년	'12년	'11년	'10년	'09년	'08년	'07년
한국	3,970	2,762	2,013	1,610	1,612	1,485	4,740	10,974
미국	4,952	4,676	5,081	4,894	4,551	3,611	3,515	2,725

이들은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로서 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라, 유사기술/특허의 난립과 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한 미래 사업 진출을 대비한 선행 특허확보 활동으로써 新소재, 차세대무선통신 관련 특허들이 일부 차지하고 있어 향후 신규사업 진출 시 사업보호의 역할이 기대되고 있습니다.

당사는 특허뿐 아니라 스마트폰, LED TV 등에 적용된 당사 고유의 디자인을 보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여 2014년에는 미국에서 832건의 디자인 특허를 취득하였습니다.

나. 환경관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 철저히 준수하고 있습니다. 또한 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기술 인증' 취득을 확대하고 있으며 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지사용량'을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 관련정보를 투명하게 제공하고 있습니다. (녹색기술 인증 관련 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 9. 녹색경영 부분을 참고하십시오.)

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전생애 (Life Cycle)에 걸쳐 환경영향 최소화 활동을 하고 있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 "협력회사 에코파트너 인증" 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원사용 절감, 에너지 절약, 유해물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 "에코디자인 평가" 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 "폐제품 회수·재활용시스템"을 유럽, 북미, 한국, 인도 등에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기 전자제품 관련 국내외 환경법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수·재활용법 (例, EU WEEE Directive)
2. 유해물질사용 제한 (例, EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (例, EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생하는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지 시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건 경영시스템 인증 (ISO14001, OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음진동규제법, 환경영향평가법 등
2. 온실가스 배출 관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 등
3. 기타 사업장환경관리법 : 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률, 악취방지법, 토양환경보전법 등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과

에너지사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구분	2014년	2013년	2012년
온실가스(단위 : tCO ₂ e)	6,775,019	6,303,033	6,004,674
에너지(단위 : TJ)	101,386	96,298	91,330

※ 대상 : 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물 등 총 62개 사업 현장

※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.

당사는 온실가스 저감설비 도입과 에너지 절감활동을 통해 당사의 2014년 온실가스 배출허용량과 에너지 사용허용량 목표를 달성하였습니다. 당사는 2015년부터 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제8조에 따라 온실가스 배출권 거래제 적용 대상업체에 해당합니다.

(녹색기술 인증관련 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 9. 녹색경영 부분을 참고하십시오.)

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제47기 3분기	제46기	제45기
	2015년 9월말	2014년 12월말	2013년 12월말
[유동자산]	129,778,399	115,146,026	110,760,271
· 현금및현금성자산	23,608,377	16,840,766	16,284,780
· 단기금융상품	40,895,407	41,689,776	36,722,702
· 단기매도가능금융자산	5,220,977	3,286,798	1,488,527
· 매출채권	27,631,463	24,694,610	24,988,532
· 재고자산	22,841,069	17,317,504	19,134,868
· 기타	9,581,106	11,316,572	12,140,862
[비유동자산]	116,789,174	115,276,932	103,314,747
· 장기매도가능금융자산	8,628,872	12,667,509	6,238,380
· 관계기업 및 공동기업 투자	5,406,135	5,232,461	6,422,292
· 유형자산	86,560,428	80,872,950	75,496,388
· 무형자산	5,560,298	4,785,473	3,980,600
· 기타	10,633,441	11,718,539	11,177,087
자산총계	246,567,573	230,422,958	214,075,018
[유동부채]	53,028,395	52,013,913	51,315,409
[비유동부채]	12,810,542	10,320,857	12,743,599
부채총계	65,838,937	62,334,770	64,059,008
[지배기업 소유주지분]	174,394,863	162,181,725	144,442,616
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	181,889,556	169,529,604	148,600,282
· 기타	△12,796,100	△12,649,286	△9,459,073
[비지배지분]	6,333,773	5,906,463	5,573,394
자본총계	180,728,636	168,088,188	150,016,010
	2015년 1월~9월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월
매출액	147,338,029	206,205,987	228,692,667
영업이익	20,270,677	25,025,071	36,785,013
연결총당기순이익	15,836,671	23,394,358	30,474,764
지배기업 소유주지분	15,452,161	23,082,499	29,821,215
비지배지분	384,510	311,859	653,549
기본주당순이익(단위 : 원)	103,720	153,105	197,841
연결에 포함된 회사수	158개	159개	154개

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의

수치임]

※ 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참조 하십시오.

나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제47기 3분기	제46기	제45기
	2015년 9월말	2014년 12월말	2013년 12월말
[유동자산]	72,680,056	62,054,773	60,603,694
· 현금및현금성자산	5,654,891	1,643,318	2,030,307
· 단기금융상품	26,646,444	26,454,093	27,463,345
· 단기매도가능금융자산	3,131,624	2,137,533	1,488,527
· 매출채권	24,797,587	18,940,786	17,748,978
· 재고자산	7,249,419	5,553,834	5,880,463
· 기타	5,200,091	7,325,209	5,992,074
[비유동자산]	99,308,781	102,005,810	94,222,263
· 장기매도가능금융자산	3,442,700	7,106,234	3,956,952
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산	42,845,698	41,857,431	42,258,049
· 유형자산	44,756,717	43,744,259	41,439,372
· 무형자산	3,430,157	3,051,564	2,495,302
· 기타	4,833,509	6,246,322	4,072,588
자산총계	171,988,837	164,060,583	154,825,957
[유동부채]	31,496,493	28,208,638	27,597,944
[비유동부채]	3,503,132	3,174,870	4,857,246
부채총계	34,999,625	31,383,508	32,455,190
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	140,659,227	134,464,189	122,029,419
[기타]	△8,971,422	△7,088,521	△4,960,059
자본총계	136,989,212	132,677,075	122,370,767
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2015년 1월~9월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월
매출액	100,062,013	137,825,547	158,372,089
영업이익	10,737,043	13,924,994	21,807,005
당기순이익	9,268,518	14,591,781	17,929,520
기본주당순이익(단위 : 원)	62,211	96,784	118,946

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(별도 기준)

[△는 부(-)의 수치임]

]※ 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참조하십시오.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 47 기 3분기말 2015.09.30 현재

제 46 기말 2014.12.31 현재

제 45 기말 2013.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 47 기 3분기말	제 46 기말	제 45 기말
자산			
유동자산	129,778,399	115,146,026	110,760,271
현금및현금성자산	23,608,377	16,840,766	16,284,780
단기금융상품	40,895,407	41,689,776	36,722,702
단기매도가능금융자산	5,220,977	3,286,798	1,488,527
매출채권	27,631,463	24,694,610	24,988,532
미수금	3,062,872	3,539,875	2,887,402
선급금	1,781,263	1,989,470	1,928,188
선급비용	3,623,823	3,346,593	2,472,950
재고자산	22,841,069	17,317,504	19,134,868
기타유동자산	1,113,148	1,795,143	2,135,589
매각예정분류자산		645,491	2,716,733
비유동자산	116,789,174	115,276,932	103,314,747
장기매도가능금융자산	8,628,872	12,667,509	6,238,380
관계기업 및 공동기업 투자	5,406,135	5,232,461	6,422,292
유형자산	86,560,428	80,872,950	75,496,388
무형자산	5,560,298	4,785,473	3,980,600
장기선급비용	4,249,552	4,857,126	3,465,783
이연법인세자산	4,522,873	4,526,595	4,621,780
기타비유동자산	1,861,016	2,334,818	3,089,524
자산총계	246,567,573	230,422,958	214,075,018
부채			
유동부채	53,028,395	52,013,913	51,315,409
매입채무	9,842,913	7,914,704	8,437,139
단기차입금	11,303,099	8,029,299	6,438,517
미지급금	8,943,659	10,318,407	9,196,566
선수금	1,314,436	1,427,230	1,706,313
예수금	902,629	1,161,635	1,176,046
미지급비용	9,801,498	12,876,777	11,344,530
미지급법인세	1,712,186	2,161,109	3,386,018
유동성장기부채	46,910	1,778,667	2,425,831

총당부채	8,885,694	5,991,510	6,736,476
기타유동부채	275,371	326,259	467,973
매각예정분류부채		28,316	
비유동부채	12,810,542	10,320,857	12,743,599
사채	1,458,885	1,355,882	1,311,068
장기차입금	78,001	101,671	985,117
장기미지급금	2,433,972	2,562,271	1,053,756
순확정급여부채	1,012,175	201,342	1,854,902
이연법인세부채	5,242,795	4,097,811	6,012,371
장기총당부채	692,508	499,290	460,924
기타비유동부채	1,892,206	1,502,590	1,065,461
부채총계	65,838,937	62,334,770	64,059,008
자본			
지배기업 소유주지분	174,394,863	162,181,725	144,442,616
자본금	897,514	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	181,889,556	169,529,604	148,600,282
기타자본항목	(12,796,100)	(12,729,387)	(9,459,073)
매각예정분류기타자본항목		80,101	
비지배지분	6,333,773	5,906,463	5,573,394
자본총계	180,728,636	168,088,188	150,016,010
자본과부채총계	246,567,573	230,422,958	214,075,018

연결 손익계산서

제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지

제 46 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지

제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 47 기 3분기		제 46 기 3분기		제 46 기	제 45 기
	3개월	누적	3개월	누적		
수익(매출액)	51,682,572	147,338,029	47,447,310	153,475,865	206,205,987	228,692,667
매출원가	31,609,452	89,520,438	30,711,398	94,432,732	128,278,800	137,696,309
매출총이익	20,073,120	57,817,591	16,735,912	59,043,133	77,927,187	90,996,358
판매비와관리비	12,679,747	37,546,914	12,675,390	39,306,489	52,902,116	54,211,345
영업이익(손실)	7,393,373	20,270,677	4,060,522	19,736,644	25,025,071	36,785,013
기타수익	320,297	1,335,872	828,296	3,327,828	3,801,357	2,429,551
기타비용	404,293	869,351	286,460	1,572,572	2,259,737	1,614,048
지분법이익	23,694	113,872	2,076	96,217	342,516	504,063
금융수익	3,385,634	7,961,000	1,682,596	5,369,692	8,259,829	8,014,672
금융비용	3,328,586	7,575,284	1,440,159	4,676,862	7,294,002	7,754,972
법인세비용차감전순이익(손실)	7,390,119	21,236,786	4,846,871	22,280,947	27,875,034	38,364,279
법인세비용	1,931,560	5,400,115	624,526	4,233,380	4,480,676	7,889,515
계속영업이익(손실)	5,458,559	15,836,671	4,222,345	18,047,567	23,394,358	30,474,764
당기순이익(손실)	5,458,559	15,836,671	4,222,345	18,047,567	23,394,358	30,474,764
당기순이익(손실)의 귀속						
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,306,104	15,452,161	4,135,422	17,796,608	23,082,499	29,821,215
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	152,455	384,510	86,923	250,959	311,859	653,549
주당이익						
기본주당이익(손실) (단위:원)	35,630	103,720	27,419	118,009	153,105	197,841
희석주당이익(손실) (단위:원)	35,629	103,718	27,418	118,000	153,096	197,800

연결 포괄손익계산서

제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지

제 46 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지

제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 47 기 3분기		제 46 기 3분기		제 46 기	제 45 기
	3개월	누적	3개월	누적		
당기순이익(손실)	5,458,559	15,836,671	4,222,345	18,047,567	23,394,358	30,474,764
기타포괄손익	1,482,827	1,226,800	(173,415)	(2,452,812)	(1,993,414)	(1,006,838)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(17,309)	(67,240)	(15,366)	(35,973)	(710,318)	(213,113)
순확정급여부채 재측정요소	(17,309)	(67,240)	(15,366)	(35,973)	(710,318)	(213,113)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,500,136	1,294,040	(158,049)	(2,416,839)	(1,283,096)	(793,725)
매도가능금융자산평가손익	(339,259)	(818,154)	(292,853)	(562,797)	(232,105)	186,480
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,729)	2,037	22,408	(61,509)	(128,932)	20,756
해외사업장환산외환차이	1,841,124	2,110,157	112,396	(1,792,533)	(922,059)	(1,000,961)
총포괄손익	6,941,386	17,063,471	4,048,930	15,594,755	21,400,944	29,467,926
포괄손익의 귀속						
지배기업 소유주지분	6,735,178	16,632,865	3,977,392	15,400,519	20,990,732	28,837,590
비지배지분	206,208	430,606	71,538	194,236	410,212	630,336

연결 자본변동표

제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지

제 46 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지

제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

		자본						
		지배기업 소유주지분					비지배지분	자본 합계
		자본금	주식발행초 과금	이익잉여금	기타자본항목	매각예정분류 기타자본항목	지배기업 소유주 지분 합계	
2013.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	119,985,689	(8,193,044)		117,094,052	121,480,206
자본의 변동	포괄손익							
	당기순이익			29,821,215			29,821,215	30,474,764
	매도가능금융자산평가				187,477		187,477	(997)
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				20,949		20,949	(193)
	해외사업장환산외환차이				(986,691)		(986,691)	(14,270)
	순확정급여부채 재측정요소				(205,360)		(205,360)	(7,753)
	매각예정 분류							
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
	배당			(1,206,622)			(1,206,622)	(42,155)
	연결실체내 자본거래 등				(312,959)		(312,959)	600,042
	연결실체의 변동							(918)
	자기주식의 취득							
	자기주식의 처분				41,817		41,817	
	주식선택권				(11,999)		(11,999)	
	기타				737		737	(65)
2013.12.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	148,600,282	(9,459,073)		144,442,616	150,016,010
2014.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	148,600,282	(9,459,073)		144,442,616	150,016,010
자본의 변동	포괄손익							
	당기순이익			23,082,499			23,082,499	311,859
	매도가능금융자산평가				(314,069)		(314,069)	81,964
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(128,495)		(128,495)	(437)
	해외사업장환산외환차이				(954,999)		(954,999)	32,940
	순확정급여부채 재측정요소				(694,204)		(694,204)	(16,114)
	매각예정 분류				(80,101)	80,101		
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
	배당			(2,157,011)			(2,157,011)	(74,216)
	연결실체내 자본거래 등				(158)		(158)	244
	연결실체의 변동							569
	자기주식의 취득				(1,125,322)		(1,125,322)	
	자기주식의 처분				32,764		32,764	
	주식선택권				(9,436)		(9,436)	
	기타			3,834	3,706		7,540	(3,740)
2014.12.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	169,529,604	(12,729,387)	80,101	162,181,725	168,088,188
2014.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	148,600,282	(9,459,073)		144,442,616	150,016,010
자본의 변동	포괄손익							
	당기순이익			17,796,608			17,796,608	250,959
	매도가능금융자산평가				(586,312)		(586,312)	23,515
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(61,138)		(61,138)	(371)

	해외사업장환산외환차이				(1,710,595)		(1,710,595)	(81,938)	(1,792,533)
	순확정급여부채 재측정요소				(38,044)		(38,044)	2,071	(35,973)
	매각예정 분류								
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래								
	배당			(2,157,011)			(2,157,011)	(16,312)	(2,173,323)
	연결실체내 자본거래 등				(158)		(158)	(549)	(707)
	연결실체의 변동							378	378
	자기주식의 취득								
	자기주식의 처분				32,763		32,763		32,763
	주식선택권				(9,436)		(9,436)		(9,436)
	기타			4,977	2,882		7,859	(604)	7,255
2014.09.30 (기말자본)		897,514	4,403,893	164,244,856	(11,829,111)		157,717,152	5,750,543	163,467,695
2015.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	169,529,604	(12,729,387)	80,101	162,181,725	5,906,463	168,088,188
자본의 변동	포괄손익								
	당기순이익			15,452,161			15,452,161	384,510	15,836,671
	매도가능금융자산평가				(760,372)	(28,972)	(789,344)	(28,810)	(818,154)
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				55,943	(54,118)	1,825	212	2,037
	해외사업장환산외환차이				2,036,691	(1,233)	2,035,458	74,699	2,110,157
	순확정급여부채 재측정요소				(67,235)		(67,235)	(5)	(67,240)
	매각예정 분류				(4,222)	4,222			
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래								
	배당			(3,073,480)			(3,073,480)	(1,564)	(3,075,044)
	연결실체내 자본거래 등				(5,314)		(5,314)	(463)	(5,777)
	연결실체의 변동							(152)	(152)
	자기주식의 취득				(1,323,059)		(1,323,059)		(1,323,059)
	자기주식의 처분								
	주식선택권								
	기타			(18,729)	855		(17,874)	(1,117)	(18,991)
2015.09.30 (기말자본)		897,514	4,403,893	181,889,556	(12,796,100)		174,394,863	6,333,773	180,728,636

연결 현금흐름표

제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지

제 46 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지

제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기
영업활동 현금흐름	27,705,410	31,569,800	36,975,389	46,707,440
영업에서 창출된 현금흐름	30,858,345	34,990,030	41,880,987	52,966,351
당기순이익	15,836,671	18,047,567	23,394,358	30,474,764
조정	21,499,982	16,303,949	22,323,765	23,804,832
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,478,308)	638,514	(3,837,136)	(1,313,245)
이자의 수취	1,740,947	1,118,831	1,555,373	1,034,074
이자의 지급	(577,860)	(341,456)	(463,740)	(434,857)
배당금 수입	227,915	1,459,641	1,495,658	592,217
법인세 납부액	(4,543,937)	(5,657,246)	(7,492,889)	(7,450,345)
투자활동 현금흐름	(18,146,352)	(30,019,070)	(32,806,408)	(44,747,019)
단기금융상품의 순증가	(1,141,287)	(6,524,466)	(1,110,842)	(19,391,643)
단기매도가능금융자산의 처분	2,043,234	1,468,788	1,954,158	2,533,665
단기매도가능금융자산의 취득	(861,548)	(2,253,454)	(2,667,610)	(2,500,002)
장기금융상품의 처분	2,799,709	94,089	94,089	96,301
장기금융상품의 취득	(132,323)	(3,248,187)	(3,248,374)	(1,616,617)
장기매도가능금융자산의 처분	117,272	151,548	202,904	1,691,463
장기매도가능금융자산의 취득	(102,712)	(5,940,674)	(6,212,102)	(1,531,356)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	278,009	2,014,430	2,014,430	240
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(137,917)	(653,567)	(719,800)	(181,307)
유형자산의 처분	193,271	267,969	385,610	377,445
유형자산의 취득	(20,116,206)	(14,478,346)	(22,042,943)	(23,157,587)
무형자산의 처분	803	7,865	31,731	4,562
무형자산의 취득	(1,113,338)	(951,358)	(1,324,307)	(934,743)
사업결합으로 인한 현금유출액	(411,445)	(176,625)	(176,625)	(167,155)
기타 투자활동으로 인한 현금유출입액	438,126	202,918	13,273	29,715
재무활동 현금흐름	(2,985,202)	900,684	(3,057,109)	(4,137,031)
단기차입금의 순증가	3,234,626	3,474,181	1,833,419	(1,861,536)
자기주식의 취득	(1,323,059)		(1,125,322)	
자기주식의 처분		27,582	27,582	34,390
사채 및 장기차입금의 차입	190	1,739,653	1,740,573	26,672
사채 및 장기차입금의 상환	(1,795,923)	(2,177,556)	(3,299,595)	(1,368,436)
배당금 지급	(3,074,851)	(2,162,416)	(2,233,905)	(1,249,672)
비지배지분의 증감	(26,185)	(760)	139	281,551

환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산 의 순증가(감소)	6,573,856	2,451,414	1,111,872	(2,176,610)
외화환산으로 인한 현금의 변동	193,755	(732,131)	(555,886)	(330,070)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	6,767,611	1,719,283	555,986	(2,506,680)
기초 현금 및 현금성자산	16,840,766	16,284,780	16,284,780	18,791,460
기말 현금 및 현금성자산	23,608,377	18,004,063	16,840,766	16,284,780

3. 연결재무제표 주석

제 47 기 분기 : 2015년 9월 30일 현재

제 46 기 : 2014년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항 :

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 CE부문, IM부문, DS부문으로 구성되어 있습니다.

CE(Consumer Electronics) 부문은 디지털 TV, 모니터, 프린터, 에어컨 및냉장고 등의 사업으로 구성되어 있고, IM(Information technology & Mobile communications) 부문은 휴대폰, 통신시스템, 컴퓨터 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리 반도체, 시스템 LSI 등의 반도체 사업과 LCD 및 OLED 패널 등의 디스플레이(DP) 사업으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이 및 Samsung Electronics America 등 157개의 종속기업(주석1. 나 참조)을 연결대상으로 하고, 삼성전기 등 33개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

1. 일반적 사항, 계속 :

나. 종속기업 현황

보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
국내	삼성디스플레이	디스플레이 제조 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스	디스플레이 부품 생산	50.0
	스테코	반도체 부품생산	70.0
	세메스	반도체/FPD제조장비	91.5
	삼성전자서비스	전자제품 수리서비스	99.3
	삼성전자판매	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨	의료기기	68.5
	SVIC 14호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 20호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 23호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 27호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
미주	Samsung Electronics America(SEA)	전자제품 판매	100.0
	NexusDX(Nexus)	의료기기	100.0
	Samsung Receivables(SRC)	채권관리	100.0
	NeuroLogica	의료기기	100.0
	Samsung Semiconductor(SSi)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Canada(SECA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Research America(SRA)	R&D	100.0
	Grandis	R&D	100.0
	Samsung Mexicana(SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung International(SII)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics Mexico(SEM)	전자제품 판매	99.9
	SEMES America(SEMESA)	반도체 장비	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico(SEDAM)	전자제품 생산	99.9
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami(SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela(SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronica Colombia(SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Panama(SEPA)	컨설팅	100.0
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina(SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile(SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru(SEPR)	전자제품 판매	100.0
	RT SV CO-INVEST(RT-SV)	벤처기업 투자	99.9
	Quietside	에어컨공조 판매	100.0
	SmartThings	스마트홈기기 판매	100.0
	PrinterOn	프린팅솔루션 판매	100.0
	PrinterOn America	프린팅솔루션 판매	100.0
	Simpres	프린팅솔루션 판매	100.0
	Samsung Pay(구 LoopPay)	모바일 결제 개발 및 서비스	100.0
	YESCO Electronics	LED 디스플레이 제조 및 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund (Beijing Fund)	벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽/CIS	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding(SEHG)	Holding Company	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia(SESa)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics France(SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak(SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia(SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Slovakia(SDSK)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Electronics Romania(SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas(SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Polska(SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa(SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Nordic(SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Europe(SSEL)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria(SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Greece(SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽/CIS	SonoAce Deutschland(SMDE)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics Rus(SER)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Rus Company(SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine(SEU)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Baltics(SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company(SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus(SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Kazakhstan(SEK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia(SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga(SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Russia Service Centre(SRSC)	서비스	100.0
	Samsung Electronics(London) Limited(SEL)	Holding Company	100.0
	Samsung Denmark Research Center(SDRC)	R&D	100.0
	Samsung France Research Center(SFRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre(SCSC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH(ESG)	전자제품 판매	100.0
	PrinterOn Europe	프린팅솔루션 판매	100.0
	Samsung Electronics Caucasus(SECC)	마케팅	100.0
중동 및 아프리카	Samsung Electronics West Africa(SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa(SEEA)	마케팅	100.0
	Samsung Gulf Electronics(SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt(SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel(SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia(SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics South Africa(SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey(SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center(SIRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Levant(SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Morocco(SEMRC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production(SSAP)	TV/모니터 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
아시아 (중국제외)	Samsung Japan(SJC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan(SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan(SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M)(SDMA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics (M)(SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics(SAVINA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Asia Private(SAPL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics(SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore(SRI-B)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Australia(SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Telecommunications Indonesia(STIN)	통신시스템 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics(TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Samsung Electronics Philippines(SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics(SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Bangladesh(SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Telecommunications Malaysia(STM)	통신시스템 서비스	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Medison India(SMIN)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics New Zealand(SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam(SDV)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	CE 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중국	Samsung Display Dongguan(SDD)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin(SDT)	디스플레이 생산	95.0
	Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics(SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export(SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung (China) Investment(SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung Tianjin Mobile Development Center(STMC)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen(SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor(SESS)	반도체 임가공	100.0
	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing(SSDP)	프린터 생산	100.0
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	전자제품 생산	99.9
	Tianjin Samsung Electronics(TSEC)	TV/모니터 생산	91.2
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	전자제품 판매	100.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center(BST)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer(DESC)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Suzhou Module(SSM)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	디스플레이 생산	60.0
	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication(SSET)	통신제품 생산	95.0
	Samsung Electronics Shanghai Telecommunication(SSTC)	통신 및 네트워크 제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D(SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center(SCRC)	R&D	100.0
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics (Beijing) Service(SBSC)	서비스	100.0
	Tianjin Samsung LED(TSLED)	LED 생산	100.0
	Tianjin Samsung Opto-Electronics(TSOE)	카메라/캠코더 생산	90.0
	Samsung R&D Institute China-Xian(SRC-Xian)	R&D	100.0
	SEMES(Xian)	반도체 장비	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

1. 일반적 사항, 계속 :

다. 당분기와 전기의 주요 연결대상 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

기업명	당분기말		당분기			
	자산	부채	3 개 월		누 적	
			매출액	분기순이익(손실)	매출액	분기순이익(손실)
삼성디스플레이	39,387,793	6,661,459	7,117,283	773,364	20,054,143	1,713,347
Samsung Electronics America(SEA)	16,668,150	9,401,585	8,911,077	(68,576)	25,546,201	89,782
Samsung (China) Investment(SCIC)	12,984,718	11,008,507	3,318,502	141,357	9,208,543	88,981
Samsung (China) Semiconductor(SCS)	9,938,158	6,812,170	825,268	77,346	1,728,586	85,570
Samsung Electronics Vietnam(SEV)	9,174,677	1,794,180	5,118,744	585,546	14,110,473	1,524,364
Samsung Semiconductor(SSI)	8,807,260	4,759,144	5,849,751	11,195	14,809,510	31,900
Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	7,556,858	5,710,968	-	1,227	-	12,079
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	7,208,895	4,926,024	5,456,766	373,456	14,646,759	1,207,986
Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	6,653,751	2,017,743	4,969,806	199,595	13,963,990	662,844
Samsung Austin Semiconductor(SAS)	6,563,152	3,099,668	832,923	23,246	2,117,895	60,770
Samsung India Electronics(SIEL)	3,831,053	2,378,295	2,100,563	97,730	5,830,237	221,651
Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	3,567,332	2,994,996	3,947,122	36,688	10,073,341	98,939
Samsung Asia Private(SAPL)	3,410,963	652,167	340,453	(17,441)	1,091,804	(9,068)
Samsung Electronica da Amazonia(SEDa)	3,150,270	1,145,890	1,171,639	(7,403)	4,324,964	244,289
Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	2,603,905	690,336	1,750,439	96,281	5,298,631	285,486
Samsung Electronics Slovakia(SESK)	2,299,479	712,117	696,050	35,020	2,290,874	105,984
Samsung Suzhou LCD(SSL)	2,223,677	997,044	276,285	15,204	776,696	89,504
Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	2,203,302	1,699,855	3,079,680	11,600	9,013,251	373,861
Thai Samsung Electronics(TSE)	1,908,402	409,313	986,636	68,860	3,036,786	192,790
Samsung Electronics GmbH(SEG)	1,903,777	1,754,422	1,473,490	134,679	4,287,618	81,462
Samsung Electronics Hungarian(SEH)	1,599,160	547,240	824,353	35,623	2,153,078	77,291
Samsung Electronics Taiwan(SET)	1,597,998	1,300,474	1,024,722	2,330	3,398,670	1,775
Samsung Display Dongguan(SDD)	1,313,721	435,884	1,319,652	55,307	3,406,445	71,068
Samsung Electronics Benelux(SEBN)	1,307,028	298,486	521,721	9,573	1,626,405	37,141
Samsung Electronics (UK)(SEUK)	1,306,598	911,304	1,178,020	(11,759)	3,285,295	100,579

1. 일반적 사항, 계속 :

(2) 전기

(단위: 백만원)

기업명	전기말		전분기			
	자산	부채	3 개 월		누 적	
			매출액	분기순이익(손실)	매출액	분기순이익(손실)
삼성디스플레이	37,939,965	6,728,991	6,043,529	66,017	18,191,377	1,509,567
Samsung Electronics America(SEA)	10,697,787	5,409,749	3,145,802	(75,814)	9,149,586	(220,435)
Samsung (China) Investment(SCIC)	9,603,679	7,830,941	3,395,069	(322,423)	13,411,425	(576,120)
Samsung Semiconductor(SSi)	7,577,935	3,883,673	4,681,030	47,138	13,451,383	85,071
Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	7,022,746	5,062,988	-	1,971	-	68,329
Samsung (China) Semiconductor(SCS)	6,765,278	3,911,166	189,080	(12,305)	268,214	(7,785)
Samsung Electronics Vietnam(SEV)	6,553,628	1,251,667	3,886,424	166,292	15,508,180	1,652,910
Samsung Austin Semiconductor(SAS)	6,503,003	3,375,099	668,145	22,956	1,756,028	51,218
Samsung Telecommunications America(STA)	5,321,014	4,573,413	4,550,285	(104,815)	16,464,805	83,974
Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	4,966,486	1,258,635	3,827,484	265,450	13,369,539	738,019
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	3,957,700	3,042,402	2,480,192	206,799	4,413,669	404,121
Samsung Electronica da Amazonia(SEDa)	3,797,166	1,330,302	1,825,010	155,794	5,887,469	565,521
Samsung Asia Private(SAPL)	3,110,433	671,729	312,590	(1,937)	1,096,470	1,054,976
Samsung India Electronics(SIEL)	2,949,605	1,776,936	1,632,698	107,337	5,167,986	454,429
Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	2,560,852	2,120,738	3,616,584	39,079	10,221,111	103,466
Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	2,316,054	789,395	2,809,188	322,878	9,203,231	550,952
Samsung Electronics Slovakia(SESk)	1,869,697	405,089	844,881	43,607	2,836,360	108,725
Samsung Suzhou LCD(SSL)	1,831,794	768,230	258,731	38,822	522,466	(47,802)
Thai Samsung Electronics(TSE)	1,654,988	307,109	1,018,159	58,042	3,494,346	170,537
Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	1,621,583	1,524,468	2,994,163	104,646	9,829,423	511,148
Samsung Electronics Taiwan(SET)	1,583,027	1,299,330	1,179,554	18,664	3,318,667	20,679
Samsung Electronics Hungarian(SEH)	1,287,972	323,972	687,212	6,686	2,076,974	83,797
Samsung Electronics (UK)(SEUK)	1,235,239	964,058	893,598	31,684	3,191,298	(187,648)
Samsung Electronics Benelux(SEBN)	1,207,723	245,237	511,153	17,769	1,854,147	5,914
Samsung Electronics GmbH(SEG)	1,142,897	1,082,420	1,600,627	141,822	4,728,311	(77,947)

1. 일반적 사항, 계속 :

라. 연결대상범위의 변동

(1) 당분기 중 연결재무제표의 작성대상 범위에 신규로 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	사유
국내	SVIC 28호 신기술투자조합	신규설립
	SVIC 29호 신기술투자조합	신규설립
미주	Simpres	지분취득
	Samsung Pay(구 LoopPay)	지분취득
	YESCO Electronics	지분취득
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund(Beijing Fund)	지분취득
	Paymate Global	지분취득
아시아 (중국제외)	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	신규설립

(2) 당분기 중 연결재무제표의 작성대상 범위에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

지역	기업명	사유
국내	레이	매각
	하이파이오니아 사모특별자산투자신탁1호	청산
	SVIC 6호 신기술투자조합	청산
미주	Samsung Telecommunications America(STA)	합병(*)
	Paymate Global	청산
	Nvelo	청산
유럽/CIS	Nanoradio Hellas	매각
중국	Samsung Electronics Hainan Fiberoptics(SEHF)	매각
	Samsung Medison Shanghai Medical Instrument(SMS1)	청산

(*) 연결회사의 종속기업 Samsung Electronics America(SEA)는 2015년 1월 1일자로 종속기업 Samsung Telecommunications America(STA)를 흡수합병하였습니다.

2. 중요한 회계처리방침 :

2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2015년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2015년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

연결회사는 2015년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정에 따라 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하는 회사가 종업원 또는 제3자로부터 기여금을 납입받는 경우에 실무적 간편법에 따른 회계처리가 허용됩니다. 기업회계기준서 제1019호의 채택으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2. 중요한 회계처리방침, 계속 :

2.2. 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 연간법인세율, 즉 추정 평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

또한 연결회사는 2015년 1월 시행된 온실가스 배출권거래제에 대하여 일반기업회계기준 제 33장 '온실가스 배출권과 배출부채'를 준용하여 회계처리하였습니다. 이에 따르면 정부로부터 무상으로 할당받은 배출권은 영(0)으로 측정하고 매입 배출권은 취득원가로 측정하며 손상차손누계액을 차감하여 표시합니다. 온실가스 배출 결과 발생하는 배출부채는 연결회사가 보유한 해당 이행연도 분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대한 의무 이행에 소요되는 지출의 보고기간 말 현재 최선의 추정치의 합으로 측정합니다.

2. 중요한 회계처리방침, 계속 :

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용 및 배출량에 대한 의무를 이행하기 위한 배출권 및 배출부채를 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품 :

보고기간종료일 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	계
현금및현금성자산	-	23,608,377	-	23,608,377
단기금융상품	-	40,895,407	-	40,895,407
단기매도가능금융자산	-	-	5,220,977	5,220,977
매출채권	-	27,631,463	-	27,631,463
장기매도가능금융자산	-	-	8,628,872	8,628,872
기타	67,000	3,484,301	-	3,551,301
계	67,000	95,619,548	13,849,849	109,536,397

(단위: 백만원)

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	계
매입채무	-	9,842,913	-	9,842,913
단기차입금	-	2,423,299	8,879,800	11,303,099
미지급금	-	7,672,000	-	7,672,000
유동성장기부채	-	46,910	-	46,910
사채	-	1,458,885	-	1,458,885
장기차입금	-	78,001	-	78,001
장기미지급금	-	2,214,367	-	2,214,367
기타	44,643	8,817,145	-	8,861,788
계	44,643	32,553,520	8,879,800	41,477,963

3. 범주별 금융상품, 계속 :

(2) 전기말

(단위: 백만원)

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	계
현금및현금성자산	-	16,840,766	-	16,840,766
단기금융상품	-	41,689,776	-	41,689,776
단기매도가능금융자산	-	-	3,286,798	3,286,798
매출채권	-	24,694,610	-	24,694,610
장기매도가능금융자산	-	-	12,667,509	12,667,509
기타	48,360	4,614,560	100,051	4,762,971
계	48,360	87,839,712	16,054,358	103,942,430

(단위: 백만원)

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	계
매입채무	-	7,914,704	-	7,914,704
단기차입금	-	3,367,915	4,661,384	8,029,299
미지급금	-	9,258,344	-	9,258,344
유동성장기부채	-	1,778,667	-	1,778,667
사채	-	1,355,882	-	1,355,882
장기차입금	-	101,671	-	101,671
장기미지급금	-	2,520,277	-	2,520,277
기타	78,348	11,395,781	-	11,474,129
계	78,348	37,693,241	4,661,384	42,432,973

4. 장기매도가능금융자산 :

가. 보고기간종료일 현재 연결회사 장기매도가능금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분증권 - 상장주식	4,889,610	5,776,836
지분증권 - 비상장주식	3,593,869	3,746,393
채무증권(*)	145,393	3,144,280
계	8,628,872	12,667,509

(*) 보고기간종료일 현재 매도가능금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대노출금액은 장부 금액입니다.

4. 장기매도가능금융자산, 계속 :

나. 보고기간종료일 현재 장기매도가능금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기 업 명	당분기말				전기말
	보유주식수(주)	지분율(%)	취득원가	장부가액 (시장가치)	장부가액 (시장가치)
삼성SDI	13,462,673	19.6	2,180,953	1,460,700	1,561,670
삼성중공업	40,675,641	17.6	258,299	500,310	811,479
삼성정밀화학	2,164,970	8.4	45,678	87,140	70,795
호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	230,542	183,231
제일기획	14,498,725	12.6	223,941	263,877	249,378
아이마켓코리아	647,320	1.8	324	19,031	18,384
에스에프에이	1,822,000	10.2	38,262	81,990	90,462
원익아이피에스	7,220,216	9.0	63,250	65,992	100,722
ASML	12,595,575	2.8	726,024	1,317,038	1,506,664
Rambus	4,788,125	4.1	92,682	67,489	58,368
Seagate Technology	12,539,490	4.2	218,543	671,034	916,597
Sharp	35,804,000	2.1	122,535	48,894	88,292
SunEdison Semiconductor	-	-	-	-	49,510
Wacom	8,398,400	5.0	62,013	36,857	36,084
기타			48,022	38,716	35,200
계			4,094,483	4,889,610	5,776,836

취득원가는 회수가능액이 취득원가에 미달하여 인식한 매도가능금융자산 손상차손을 차감하지 아니한 금액입니다. 취득원가와 시가의 차액은 자본항목에 직접 반영되는 법인세효과를 감안한 후 기타자본항목(매도가능금융자산평가손익)으로 계상하고 있습니다.

5. 재고자산 :

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가충당금	장부가액	평가전금액	평가충당금	장부가액
제품 및 상품	7,285,098	(174,987)	7,110,111	6,011,078	(237,630)	5,773,448
반제품 및 재공품	6,542,848	(385,295)	6,157,553	5,018,416	(553,345)	4,465,071
원재료 및 저장품	8,254,137	(317,438)	7,936,699	6,244,161	(287,155)	5,957,006
미착품	1,636,706	-	1,636,706	1,121,979	-	1,121,979
계	23,718,789	(877,720)	22,841,069	18,395,634	(1,078,130)	17,317,504

6. 관계기업 및 공동기업 투자 :

가. 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	5,232,461	6,422,292
취득	137,917	655,067
처분	(19,323)	(28,268)
이익 중 지분해당액	113,872	96,217
기타변동액(*)	(58,792)	(1,753,384)
분기말장부가액	5,406,135	5,391,924

(*) 배당, 사업결합 및 환율 변동에 따른 환산차이 등으로 구성되어 있습니다. 또한, 전분기 중 지분을 하락에 따라 삼성SDI에 대한 관계기업 투자를 매도가능금융자산으로 대체하였습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장
삼성카드	업무 제휴	37.5	한국
삼성전기	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국
삼성에스디에스	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 등 IT서비스 제공	22.6	한국

(*) 보통주 지분율입니다.

6. 관계기업 및 공동기업 투자, 계속 :

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장
삼성코닝어드밴스드글라스	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국

(*) 보통주 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위: 백만원)

기업명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부가액	취득원가	순자산가액(*)	장부가액
삼성카드	1,538,540	2,464,095	2,421,664	1,538,540	2,393,185	2,354,026
삼성전기	359,237	1,020,258	1,011,778	359,237	1,038,184	1,040,404
삼성에스디에스	147,963	991,733	1,014,893	147,963	928,548	951,776
기타	1,127,679	552,798	695,556	1,012,517	483,413	623,480
계	3,173,419	5,028,884	5,143,891	3,058,257	4,843,330	4,969,686

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위: 백만원)

기업명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부가액	취득원가	순자산가액(*)	장부가액
삼성코닝어드밴스드글라스	215,000	189,965	189,899	215,000	196,015	195,930
기타	259,977	107,618	72,345	260,255	102,865	66,845
계	474,977	297,583	262,244	475,255	298,880	262,775

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

6. 관계기업 및 공동기업 투자, 계속 :

라. 지분법평가 내역

(1) 당분기

(단위: 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성카드	2,354,026	96,536	14,321	(43,219)	2,421,664
삼성전기	1,040,404	1,616	(16,154)	(14,088)	1,011,778
삼성에스디에스	951,776	70,380	1,470	(8,733)	1,014,893
삼성코닝어드밴스드글라스	195,930	(6,120)	89	-	189,899
기타	690,325	(48,540)	2,311	123,805	767,901
계	5,232,461	113,872	2,037	57,765	5,406,135

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 및 환율 변동 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기

(단위: 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성카드	2,340,009	85,496	(68,269)	(30,375)	2,326,861
삼성전기	954,496	(13,253)	(25,519)	(13,270)	902,454
삼성SDI	1,175,204	11,636	32,795	(1,219,635)	-
삼성에스디에스	879,956	65,455	(10,618)	(4,367)	930,426
삼성테크윈	402,745	(4,377)	18,063	(6,762)	409,669
삼성코닝어드밴스드글라스	111,961	(10,579)	(33)	99,893	201,242
기타	557,921	(38,161)	(7,928)	109,440	621,272
계	6,422,292	96,217	(61,509)	(1,065,076)	5,391,924

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 및 환율 변동 등으로 구성되어 있습니다.

6. 관계기업 및 공동기업 투자, 계속 :

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보

(1) 주요 관계기업의 요약 재무정보 및 관계기업으로부터 수령한 배당금은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 백만원)

구 분	삼성카드(*1)	삼성전기	삼성에스디에스
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)			
요약 재무상태표(당분기말) :			
유동자산	19,284,457	3,277,624	3,613,473
비유동자산		4,534,515	2,482,667
유동부채	12,713,538	1,815,353	1,230,883
비유동부채		1,591,645	306,509
비지배지분	-	100,252	170,549
요약 포괄손익계산서(당분기) :			
수익(매출)	2,456,493	4,814,227	5,748,700
계속영업손익(*2)	257,733	294,687	308,105
세후중단영업손익(*2)	-	(266,830)	-
기타포괄손익(*2)	38,240	(72,341)	6,523
총포괄손익(*2)	295,973	(44,484)	314,628
II. 배당(당분기)			
배당수령액	43,393	13,270	8,736

(*1) 삼성카드는 재무상태표에 유동과 비유동을 구분하여 표시하지 않습니다.

(*2) 관계기업별 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

6. 관계기업 및 공동기업 투자, 계속 :

2) 전기

(단위: 백만원)

구 분	삼성카드(*1)	삼성전기	삼성에스디에스
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)			
요약 재무상태표(전기말) :			
유동자산	17,736,627	3,553,987	3,228,074
비유동자산		4,164,625	2,317,971
유동부채	11,346,281	2,151,002	1,117,969
비유동부채		924,814	214,051
비지배지분	-	89,390	101,766
요약 포괄손익계산서(전분기) :			
수익(매출)	2,421,895	5,311,155	5,728,672
계속영업손익(*2)	378,239	(55,161)	282,987
기타포괄손익(*2)	(182,294)	(112,371)	(46,942)
총포괄손익(*2)	195,945	(167,532)	236,045
Ⅱ. 배당(전분기)			
배당수령액	30,375	13,270	4,368

(*1) 삼성카드는 재무상태표에 유동과 비유동을 구분하여 표시하지 않습니다.

(*2) 관계기업별 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

6. 관계기업 및 공동기업 투자, 계속 :

(2) 주요 공동기업의 요약 재무정보 및 공동기업으로부터 수령한 배당금은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스	
	당분기	전기
I. 요약 재무정보		
요약 재무상태표 :		
유동자산	227,929	228,312
－ 현금및현금성자산	15,931	14,696
비유동자산	188,861	200,105
유동부채	33,479	34,719
－ 유동금융부채(*1)	15,672	18,718
비유동부채	3,381	1,669
요약 포괄손익계산서(*2) :		
매출	200,676	190,632
감가상각비 및 무형자산상각비	1,412	436
이자수익	865	574
법인세비용	(927)	(2,863)
분기순손익	(12,279)	(21,195)
기타포괄손익	179	(65)
총포괄손익	(12,100)	(21,260)
II. 배당		
배당수령액	－	－

(*1) 매입채무, 기타채무 및 충당부채가 제외된 금액입니다.

(*2) 분기 9개월 기준 금액입니다.

6. 관계기업 및 공동기업 투자, 계속 :

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
분기순손익(*)	(47,869)	926	(38,805)	(12,700)
기타포괄손익(*)	(618)	3,865	(3,547)	3,764
총포괄손익(*)	(48,487)	4,791	(42,352)	(8,936)

(*) 기업별 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

바. 보고기간종료일 현재 시장성있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분	당분기말		전기말
	주식수	시장가치	시장가치
삼성카드	43,393,170	1,573,002	1,917,978
삼성전기	17,693,084	1,137,665	967,812
삼성에스디에스	17,472,110	5,031,968	5,128,064

7. 유형자산 :

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초순장부금액	80,872,950	75,496,388
일반취득 및 자본적지출	19,177,723	14,460,046
사업결합으로 인한 취득	34,776	940
감가상각	(14,614,029)	(12,531,487)
처분/폐기/손상	(247,927)	(711,738)
기타(*)	1,336,935	(702,084)
분기말순장부금액	86,560,428	76,012,065

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	13,284,416	11,351,213
판매비와관리비 등	1,329,613	1,180,274
계	14,614,029	12,531,487

8. 무형자산 :

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	4,785,473	3,980,600
내부개발에 의한 취득	858,982	679,094
개별 취득	254,356	272,263
사업결합으로 인한 취득	374,224	239,890
상각	(933,624)	(845,103)
처분/폐기/손상	(75,986)	(30,287)
기타(*)	296,873	388,295
분기말장부금액	5,560,298	4,684,752

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	579,190	405,886
판매비와관리비 등	354,434	439,217
계	933,624	845,103

9. 차입금 :

보고기간종료일 현재 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당분기말	당분기말	전기말
(1) 단기차입금				
담보부차입금(*1)	우리은행 외	0.3 ~ 13.8	8,879,800	4,661,384
무담보차입금	씨티은행 외	0.1 ~ 14.6	2,423,299	3,367,915
계			11,303,099	8,029,299
(2) 유동성장기차입금				
은행차입금	SMBC 외	1.1 ~ 18.8	24,945	1,758,556
금융리스부채(*2)	CSSD 외	1.1 ~ 15.7	16,182	14,807
계			41,127	1,773,363
(3) 장기차입금				
은행차입금	SMBC 외	1.1 ~ 19.8	203	23,989
금융리스부채(*2)	CSSD 외	1.1 ~ 15.7	77,798	77,682
계			78,001	101,671

(*1) 담보부 차입금에 대해서는 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다.

(*2) 리스부채와 관련하여 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 리스자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

10. 사채 :

보고기간종료일 현재 연결회사의 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
원화사채(하기 "가" 참조)	199,727	199,515
외화사채(하기 "나" 참조)	1,259,158	1,156,367
계	1,458,885	1,355,882

가. 보고기간종료일 현재 원화사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
무보증공모사채	2011.11.17	2016.11.17	4.2	200,000	200,000
사채할인발행차금				(273)	(485)
계				199,727	199,515

상기 사채는 삼성디스플레이가 발행하였으며 만기에 일시상환됩니다.

나. 보고기간종료일 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds(*1)	1997.10.2	2027.10.1	7.7	77,643 (US\$65,000천)	71,448 (US\$65,000천)
US\$ denominated Unsecured Bonds(*2)	2012.4.10	2017.4.10	1.8	1,194,500 (US\$1,000,000천)	1,099,200 (US\$1,000,000천)
1년 이내 만기도래분				(5,973)	(5,496)
사채할인발행차금				(7,012)	(8,785)
계				1,259,158	1,156,367

(*1) US\$ denominated Straight Bonds는 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(*2) US\$ denominated Unsecured Bonds는 종속기업 Samsung Electronics America에서 발행하였고, 5년 만기 일시상환되며, 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채 :

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채와 관련하여 연결재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	8,173,051	7,404,205
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	138,025	138,042
소계	8,311,076	7,542,247
사외적립자산의 공정가치	(7,298,901)	(7,340,905)
계	1,012,175	201,342

나. 당분기 및 전분기 중 연결손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	859,768	741,684
순이자원가	4,720	77,393
과거근무원가	-	110,397
기타	2,075	(34)
계	866,563	929,440

다. 당분기 및 전분기 중 연결손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	375,371	388,346
판매비와관리비 등	491,192	541,094
계	866,563	929,440

12. 충당부채 :

당분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	상여충당부채 (라)	기타충당부채 (마)	계
기초	1,829,068	3,917,792	730,464	-	13,476	6,490,800
순전입액	1,358,330	1,036,211	170,288	2,465,072	37,974	5,067,875
사용액	(1,403,974)	(352,394)	(210,509)	(270,133)	(6,083)	(2,243,093)
기타(*)	(3,222)	265,306	-	-	536	262,620
당분기말	1,780,202	4,866,915	690,243	2,194,939	45,903	9,578,202

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 상기 금액의 지급시기는 협상경과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여년도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 임직원을 대상으로 당 회계연도의 경영실적에 따라 상여를 지급하고 있는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분은 충당부채로 계상하고 있습니다.

12. 충당부채, 계속 :

마. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 연결회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 이행연도별 무상할당 배출권 및 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위: 톤)

구 분	2015년	2016년	2017년
무상할당 배출권	5,774,375	5,662,429	5,548,627
배출량 추정치	6,569,385	7,328,034	8,248,797

(2) 당분기 중 연결회사의 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	금액
기초	-
취득	5,100
당분기말	5,100

(3) 당분기 중 연결회사의 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	금액
기초	-
전입액	5,960
당분기말	5,960

13. 우발부채와 약정사항 :

가. 지급보증한 내역

보고기간종료일 현재 연결회사가 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

내역	당분기말	전기말
임대주택 관련 채무보증(*)	66,401	76,558

(*) 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대하여 제공한 채무보증 약정 한도액입니다.

보고기간종료일 현재 회사가 보유하고 있는 부산신항만 주식은 동 회사의 차입금에 대한 담보로 질권이 설정되어 있습니다.

13. 우발부채와 약정사항, 계속 :

나. 소송 등

(1) 보고기간종료일 현재 Apple사와의 특허관련 소송이 미국에서 진행중입니다. 해당 소송과 관련해서는 2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 연결회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 평결이 있었으며, 2014년 3월 6일 Apple사의 연결회사 제품 판매 금지 주장을 기각하고 손해배상액은 배심원 평결 금액으로 하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 2014년 12월 4일 항소심 재판이 진행되었습니다. 2015년 5월 18일 항소심 법원은 2심 판결을 선고하면서 1심 판결 중 일부 판결은 파기 환송하고 일부 판결은 유지하였습니다. 연결회사는 유지된 일부 판결 중 디자인 침해와 관련하여 2015년 6월 17일 전원합의체 재심리 신청을 하였으나, 2015년 8월 13일 재심리 신청은 불허되었습니다. 이후 1심 법원에서 환송심 절차가 진행되었으며, 2015년 9월 18일 1심 법원은 항소심에서 유지된 일부 판결에 대한 최종판결을 선고하였습니다. 연결회사는 이에 항소하였으며, 2015년 10월 13일 항소가 기각되자 2015년 10월 19일 전원합의체 재심리 신청을 하였습니다.

또한, 2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두번째 소송과 관련해 연결회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었으며, 2014년 11월 25일 배심원 평결을 확인하는 1심 법원의 판결이 선고되었습니다. 연결회사는 2014년 11월 25일 1심 판결에 대해 항소하였으며, 항소심 재판이 계속 진행될 예정입니다. 1심 법원은 2014년 8월 27일 애플의 판매금지청구를 기각하였으나, 항소법원은 2015년 9월 17일 1심 판단을 파기 환송하는 판결을 선고한 바, 연결회사는 2015년 10월 19일 전원합의체 재심리 신청을 하였습니다. 동 소송을 포함한 Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

13. 우발부채와 약정사항, 계속 :

2014년 8월, 연결회사와 Apple사는 미국 외 지역에서의 소송을 취하한다는 합의에 이른 바 있으며, 보고서일 현재 미국 외 모든 국가에서 소송 취하가 완료되었습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 TFT-LCD 판매에 대한 가격담합과 관련된 일부 해외구매자들로부터의 민사상 손해배상청구 등을 포함하여, 연결회사의 사업과 관련하여 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 기타 약정사항

연결회사는 2013년 10월 23일 Corning Incorporated 등과 포괄적 사업협력에 대한 기본계약을 체결하였습니다. 동 계약은 상호간의 손실보전 조건을 포함하고 있어 향후 자원의 유입 또는 유출이 있을 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 자원의 유출입 금액이 불확실하여 연결회사의 재무상태에 미치는 영향을 예측할 수 없으며, 경영진은 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

14. 자본금 :

회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액 : 5,000원)이며, 보고 기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(소각 주식수 제외)는 각각 147,299,337주와 22,833,427주입니다. 이익소각으로 인하여 발행주식의액면 총액은 850,664백만원(보통주 736,497백만원 및 우선주 114,167백만원)으로 납입자본금(897,514백만원)과 상이합니다.

15. 연결이익잉여금 :

가. 보고기간종료일 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
임의적립금 등	131,539,595	119,947,785
연결미처분이익잉여금	50,349,961	49,581,819
계	181,889,556	169,529,604

나. 회사는 2015년 7월 30일 이사회결의에 의거 2015년 6월 30일을 배당기준일로 하여 중간배당을 지급하였으며, 당분기와 전분기의 중간배당금 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분		당분기	전분기
배당받을 주식	보통주	129,312,651주	130,962,651주
	우선주	19,603,734주	19,853,734주
배당률(액면가 기준)		20%	10%
배당금액	보통주	129,313	65,481
	우선주	19,603	9,927
	계	148,916	75,408

16. 기타자본항목 :

가. 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식	(9,752,372)	(8,429,313)
주식선택권	806	806
매도가능금융자산평가손익	1,085,601	1,850,195
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 누계액에 대한 지분	615,223	559,280
해외사업장환산외환차이	(2,530,196)	(4,566,887)
순확정급여부채 재측정요소	(2,064,027)	(1,996,792)
기타	(151,135)	(146,676)
계	(12,796,100)	(12,729,387)

나. 연결회사는 기명식보통주식 및 무의결권우선주식을 취득하여 기타자본항목으로 계상하고 있으며, 향후 주식선택권의 행사시 교부 등에 사용할 예정입니다. 보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	보통주	우선주	보통주	우선주
주식수	17,986,686	3,229,693	17,094,741	3,110,943
취득가액	8,873,555	878,817	7,673,549	755,764

17. 비용의 성격별 분류 :

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
제품 및 재공품 등의 변동	(1,406,662)	(3,029,145)	196,927	770,729
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	20,841,438	57,616,337	19,768,884	62,216,017
급여	4,587,111	13,793,828	4,409,601	13,326,624
퇴직급여	311,100	921,394	287,956	975,262
감가상각비	5,103,838	14,614,029	4,326,214	12,531,487
무형자산상각비	318,966	933,624	312,151	845,103
복리후생비	987,832	2,878,007	838,033	2,598,983
지급수수료	2,209,595	6,289,172	1,941,816	6,417,942
기타비용	11,335,981	33,050,106	11,305,206	34,057,074
계(*)	44,289,199	127,067,352	43,386,788	133,739,221

(*) 연결손익계산서 상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

18. 판매비와관리비 :

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 판매비와관리비				
급여	1,372,254	4,070,527	1,309,046	3,943,049
퇴직급여	74,435	207,898	69,470	226,538
지급수수료	2,209,595	6,289,172	1,941,816	6,417,942
감가상각비	181,608	527,978	170,368	498,853
무형자산상각비	56,682	197,964	100,314	298,508
광고선전비	1,033,184	2,733,017	849,261	2,665,563
판매촉진비	1,795,875	5,176,128	2,020,609	5,751,672
운반비	920,651	2,539,462	927,563	2,742,874
애프터서비스비	758,418	2,178,845	724,495	2,397,659
기타판매비와관리비	861,118	3,383,208	1,222,763	3,630,630
소 계	9,263,820	27,304,199	9,335,705	28,573,288
(2) 경상연구개발비				
연구개발 총지출액	3,690,644	11,101,697	3,677,237	11,412,295
개발비 자산화	(274,717)	(858,982)	(337,552)	(679,094)
소 계	3,415,927	10,242,715	3,339,685	10,733,201
계	12,679,747	37,546,914	12,675,390	39,306,489

19. 기타수익 및 기타비용 :

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 기타수익				
배당금수익	35,735	146,235	30,599	1,381,208
임대료수익	23,120	70,256	21,390	67,246
투자자산처분이익	27,043	220,652	16,890	142,103
유형자산처분이익	38,748	103,151	34,838	162,585
매각예정분류자산처분이익	3,772	211,568	-	-
기타	191,879	584,010	724,579	1,574,686
계	320,297	1,335,872	828,296	3,327,828
(2) 기타비용				
유형자산처분손실	45,462	91,968	28,861	120,503
기부금	165,392	326,890	149,260	369,317
매각예정분류자산처분손실	-	-	-	723,869
기타	193,439	450,493	108,339	358,883
계	404,293	869,351	286,460	1,572,572

20. 금융수익 및 금융비용 :

가. 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 금융수익				
이자수익	445,531	1,314,685	480,149	1,343,255
－ 대여금및수취채권	422,926	1,241,037	449,731	1,283,582
－ 매도가능금융자산	22,605	73,648	30,418	59,673
외환차이	2,628,557	5,887,792	1,058,158	3,603,871
파생상품관련이익	311,546	758,523	144,289	422,566
계	3,385,634	7,961,000	1,682,596	5,369,692
(2) 금융비용				
이자비용	205,234	561,371	154,360	442,545
－ 상각후원가로 측정하는 금융부채	123,444	340,561	96,161	288,964
－ 기타 금융부채	81,790	220,810	58,199	153,581
외환차이	2,875,464	6,250,109	1,131,322	3,768,362
파생상품관련손실	247,888	763,804	154,477	465,955
계	3,328,586	7,575,284	1,440,159	4,676,862

나. 연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

21. 법인세비용 :

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2015년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 25.4%입니다.

22. 주당이익 :

가. 기본주당이익

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	5,306,104	15,452,161	4,135,422	17,796,608
분기순이익 중 보통주 해당분	4,607,382	13,417,361	3,590,812	15,453,185
÷가중평균유통보통주식수	129,313	129,362	130,963	130,949
기본 보통주 주당이익(단위:원)	35,630	103,720	27,419	118,009

(2) 우선주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	5,306,104	15,452,161	4,135,422	17,796,608
분기순이익 중 우선주 해당분	698,722	2,034,800	544,610	2,343,423
÷가중평균유통우선주식수	19,604	19,611	19,854	19,854
기본 우선주 주당이익(단위:원)	35,642	103,760	27,431	118,034

22. 주당이익, 계속 :

나. 회석주당이익

회사가 보유하고 있는 회석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있으며 회석주당순이익은 모든 회석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.

당분기 및 전분기의 회석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
보통주 회석순이익	4,607,405	13,417,429	3,590,822	15,453,227
÷가중평균된 유통보통주식수와 회석성 잠재적보통주의 합산 주식수	129,315	129,365	130,965	130,959
회석 보통주 주당이익(단위:원)	35,629	103,718	27,418	118,000

(2) 우선주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
우선주 회석순이익	698,699	2,034,732	544,600	2,343,381
÷가중평균된 유통우선주식수와 회석성 잠재적우선주의 합산 주식수	19,604	19,611	19,854	19,854
회석 우선주 주당이익(단위:원)	35,641	103,756	27,431	118,032

23. 영업에서 창출된 현금흐름 :

당분기 및 전분기 영업활동현금흐름 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

- 조정내역

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
1. 법인세비용	5,400,115	4,233,380
2. 금융수익	(2,704,801)	(2,722,916)
3. 금융비용	2,426,990	1,420,957
4. 퇴직급여	921,394	975,262
5. 감가상각비	14,614,029	12,531,487
6. 무형자산상각비	933,624	845,103
7. 대손상각비 등	295,441	290,893
8. 배당금수익	(146,235)	(1,381,208)
9. 지분법이익	(113,872)	(96,217)
10. 유형자산처분이익	(103,151)	(162,585)
11. 유형자산처분손실	91,968	120,503
12. 재고자산평가손실 등	470,125	645,220
13. 투자자산처분이익	(220,652)	(142,103)
14. 매각예정분류자산처분이익	(211,568)	-
15. 매각예정분류자산처분손실	-	723,869
16. 기타 수익, 비용	(153,425)	(977,696)
계	21,499,982	16,303,949

23. 영업에서 창출된 현금흐름, 계속 :

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
1. 매출채권의 증가	(1,475,321)	(538,733)
2. 미수금의 감소	696,564	477,583
3. 선급금의 (증가)감소	(14,879)	113,763
4. 장단기선급비용의 감소(증가)	378,853	(2,704,279)
5. 재고자산의 증가	(5,620,212)	(860,536)
6. 매입채무의 증가	532,619	2,549,339
7. 장단기미지급금의 (감소)증가	(571,847)	1,323,115
8. 선수금의 (감소)증가	(96,459)	558,201
9. 예수금의 감소	(266,293)	(101,171)
10. 미지급비용의 감소	(3,218,994)	(1,929,725)
11. 총당부채의 증가	3,055,284	1,323,833
12. 퇴직금의 지급	(355,656)	(251,242)
13. 기타	478,033	678,366
계	(6,478,308)	638,514

24. 재무위험관리 :

연결회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운영하고 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

또한, 연결회사는 해외 지역별 중심지(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 일본, 브라질, 러시아)에 금융관리요원을 파견하여 지역 금융센터를 운영함으로써, 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

연결회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

연결회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결회사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

연결회사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별 회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 매도가능금융자산으로 분류된 지분증권에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분증권(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액(법인세효과 반영 전)은 각각 48,896백만원 및 57,768백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

연결회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 변동위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

다. 유동성 위험

연결회사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이상징후가 발견될 경우 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 연결회사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 연결회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결회사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

연결회사의 자본위험관리 정책은 전기와 변동이 없었으며, 당분기말 현재 회사는 S&P로부터 A+, Moody's로부터 A1 평가등급을 받고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	65,838,937	62,334,770
자 본	180,728,636	168,088,188
부채비율	36.4%	37.1%

24. 재무위험관리, 계속 :

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 연결회사 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	23,608,377	(*1)	16,840,766	(*1)
단기금융상품	40,895,407	(*1)	41,689,776	(*1)
단기매도가능금융자산	5,220,977	5,220,977	3,286,798	3,286,798
매출채권	27,631,463	(*1)	24,694,610	(*1)
장기매도가능금융자산(*2)	8,628,872	8,211,414	12,667,509	12,272,756
기타	3,551,301	3,530,398	4,762,971	4,725,263
소계	109,536,397		103,942,430	
금융부채				
매입채무	9,842,913	(*1)	7,914,704	(*1)
단기차입금	11,303,099	(*1)	8,029,299	(*1)
미지급금	7,672,000	(*1)	9,258,344	(*1)
유동성장기부채	46,910	(*1)	1,778,667	(*1)
사채	1,458,885	1,488,220	1,355,882	1,377,113
장기차입금	78,001	61,846	101,671	82,271
장기미지급금	2,214,367	2,256,516	2,520,277	2,606,179
기타	8,861,788	(*1)	11,474,129	(*1)
소계	41,477,963		42,432,973	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 금액(당분기: 417,458백만원, 전기: 394,753백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 연결회사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	5,220,977	-	5,220,977
장기매도가능금융자산(*)	4,889,610	33,379	3,288,425	8,211,414
기타	-	66,160	840	67,000
(2) 부 채				
기타	-	44,643	-	44,643

(단위: 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	1,016,878	2,269,920	-	3,286,798
장기매도가능금융자산(*)	5,776,836	3,050,338	3,445,582	12,272,756
기타	-	45,898	102,513	148,411
(2) 부 채				
기타	-	78,348	-	78,348

(*) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 금액(당분기: 417,458백만원, 전기: 394,753백만원)이 제외되어 있습니다.

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

24. 재무위험관리, 계속 :

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

연결회사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

(3) 가치평가기법 및 투입변수

가. 연결회사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

나. Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
장기매도가능금융자산				
태원전기산업	17,094	현금흐름할인법	영구성장율	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.76%~9.76%(8.76%)
삼성벤처투자	6,586	현금흐름할인법	영구성장율	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.74%~9.74%(8.74%)
Corning Incorporated 전환우선주	2,871,758	삼항모형	위험 할인율	5.46%~7.46%(6.46%)
			가격 변동성	29.8%~35.8%(32.8%)
파생상품				
내재파생(전환권 등)	840	이항모형	할인율	3.31%~7.44%(5.22%)
			주가 변동성	15.84%~22.28%(18.93%))

24. 재무위험관리, 계속 :

(4) Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	3,548,095	493,378
매입	77,227	2,498,800
매도 등	(123,798)	(10,871)
당기손익으로 인식된 손익	(11,230)	(14,518)
기타포괄손익으로 인식된 손익	(195,051)	192,453
기타	(5,978)	(41,731)
분기말	3,289,265	3,117,511

24. 재무위험관리, 계속 :

(5) Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과 (기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
장기매도가능금융자산(*1)	-	247,116	-	(216,189)
내재파생(전환권 등)(*2)	262	262	(261)	(261)
계	262	247,378	(261)	(216,450)

(*1) 전환우선주는 주요 관측불가능한 투입변수인 변동성(29.8%~35.8%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써, 기타 지분증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(*2) 주식 관련 파생상품은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 주가와 변동률 사이의 상관관계를 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

25. 부문별 보고 :

가. 부문별 정보

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 CE, IM, 반도체, DP 등으로 구성되어 있습니다.

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 아니하였습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구 분	CE	IM	DS			계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP			
매출액	84,299,333	169,253,449	109,196,883	64,753,973	41,162,726	363,165,879	(215,827,850)	147,338,029
내부매출액	(51,254,388)	(90,700,242)	(53,911,422)	(30,375,730)	(20,201,594)	(215,827,850)	215,827,850	-
순매출액(*2)	33,044,945	78,553,207	55,285,461	34,378,243	20,961,132	147,338,029	-	147,338,029
감가상각비	460,308	852,159	12,824,193	9,271,232	3,384,729	14,614,029	-	14,614,029
무형자산상각비	76,117	140,316	566,295	459,094	97,075	933,624	-	933,624
영업이익	438,205	7,908,699	11,910,394	9,990,399	1,996,987	20,270,677	-	20,270,677

(*1) 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

25. 부문별 보고, 계속 :

(2) 당3분기

(단위: 백만원)

구 분	CE	IM	DS			계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP			
매출액	30,827,459	57,866,896	41,055,677	24,837,416	15,063,382	129,928,744	(78,246,172)	51,682,572
내부매출액	(19,242,367)	(31,255,601)	(20,746,233)	(12,018,972)	(7,575,305)	(78,246,172)	78,246,172	-
순매출액(*2)	11,585,092	26,611,295	20,309,444	12,818,444	7,488,077	51,682,572	-	51,682,572
감가상각비	151,143	323,062	4,468,168	3,242,521	1,162,569	5,103,838	-	5,103,838
무형자산상각비	20,632	45,121	206,687	170,002	33,249	318,966	-	318,966
영업이익	362,024	2,404,001	4,653,904	3,657,889	927,941	7,393,373	-	7,393,373

(*1) 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

(3) 전분기

(단위: 백만원)

구 분	CE	IM	DS			계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP			
매출액	88,921,865	180,415,490	96,024,484	54,357,702	38,553,383	366,719,594	(213,243,729)	153,475,865
내부매출액	(53,005,877)	(94,943,836)	(47,948,414)	(25,289,738)	(19,872,808)	(213,243,729)	213,243,729	-
순매출액(*2)	35,915,988	85,471,654	48,076,070	29,067,964	18,680,575	153,475,865	-	153,475,865
감가상각비	444,546	552,221	11,018,437	7,736,673	3,195,519	12,531,487	-	12,531,487
무형자산상각비	72,794	138,126	394,232	296,337	86,665	845,103	-	845,103
영업이익	1,004,513	12,601,764	6,295,992	6,074,097	187,880	19,736,644	-	19,736,644

(*1) 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

25. 부문별 보고, 계속 :

(4) 전3분기

(단위: 백만원)

구 분	CE	IM	DS			계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP			
매출액	29,440,211	51,069,111	32,768,424	18,964,059	12,828,069	113,821,900	(66,374,590)	47,447,310
내부매출액	(17,843,894)	(26,491,816)	(16,479,645)	(9,074,068)	(6,573,334)	(66,374,590)	66,374,590	-
순매출액(*2)	11,596,317	24,577,295	16,288,779	9,889,991	6,254,735	47,447,310	-	47,447,310
감가상각비	146,442	193,609	3,765,499	2,729,683	1,053,466	4,326,214	-	4,326,214
무형자산상각비	24,655	46,511	157,752	124,487	29,646	312,151	-	312,151
영업이익	46,179	1,750,723	2,331,290	2,263,497	55,129	4,060,522	-	4,060,522

(*1) 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

나. 지역별 정보

당분기와 전분기의 지역별 영업현황(소제지 기준)은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	15,856,271	48,644,451	27,667,871	31,758,763	23,410,673	-	147,338,029
비유동자산(*)	63,617,140	8,175,173	790,529	7,297,840	12,710,177	(470,133)	92,120,726

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(2) 당3분기

(단위: 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	5,437,509	17,337,009	9,788,950	10,465,717	8,653,387	-	51,682,572
비유동자산(*)	63,617,140	8,175,173	790,529	7,297,840	12,710,177	(470,133)	92,120,726

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

25. 부문별 보고, 계속 :

(3) 전분기

(단위: 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	16,270,185	48,433,424	31,545,843	31,631,619	25,594,794	-	153,475,865
비유동자산(*)	60,478,871	7,206,280	906,949	3,515,095	9,118,247	(528,625)	80,696,817

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(4) 전3분기

(단위: 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	5,010,254	15,104,078	9,982,172	9,669,548	7,681,258	-	47,447,310
비유동자산(*)	60,478,871	7,206,280	906,949	3,515,095	9,118,247	(528,625)	80,696,817

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

26. 특수관계자와의 거래 :

가. 매출·매입 등 거래 내역

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	21,475	-	1,198,281	142,574
	삼성전기	9,042	-	2,142,304	2
	삼성카드	5,036	-	27,226	-
	기타	209,427	3,525	4,043,370	231,508
	관계기업 및 공동기업 계	244,980	3,525	7,411,181	374,084
그 밖의 특수관계자	삼성물산(*2)	4,401	-	56,515	578,764
	삼성SDI	33,955	20	1,166,700	23,722
	기타	87,332	-	754,819	231,682
	그 밖의 특수관계자 계	125,688	20	1,978,034	834,168

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 제일모직은 당분기 중 삼성물산을 흡수합병 후 사명을 삼성물산으로 변경하였습니다.

26. 특수관계자와의 거래, 계속 :

(2) 전분기

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	23,858	-	1,425,420	165,878
	삼성전기	25,487	110	1,791,478	-
	삼성카드	6,574	-	30,429	169,049
	기타	344,575	11,080	3,950,970	328,931
	관계기업 및 공동기업 계	400,494	11,190	7,198,297	663,858
그 밖의 특수관계자	삼성물산(*2)	5,259	-	73,637	312,696
	삼성SDI	49,695	324,246	785,149	354,004
	기타	191,589	-	1,503,008	81,602
	그 밖의 특수관계자 계	246,543	324,246	2,361,794	748,302

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 제일모직은 당분기 중 삼성물산을 흡수합병 후 사명을 삼성물산으로 변경하였습니다.

26. 특수관계자와의 거래, 계속 :

나. 채권·채무잔액

당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	4,085	277,816
	삼성전기	451	345,956
	삼성카드	13,174	1,158,643
	기타	65,247	464,561
	관계기업 및 공동기업 계	82,957	2,246,976
그 밖의 특수관계자	삼성물산(*2)	204,139	363,604
	삼성SDI	919	148,122
	기타	24,433	143,296
	그 밖의 특수관계자 계	229,491	655,022

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 제일모직은 당분기 중 삼성물산을 흡수합병 후 사명을 삼성물산으로 변경하였습니다.

26. 특수관계자와의 거래, 계속 :

(2) 전기말

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	3,353	359,001
	삼성전기	1,431	237,816
	삼성카드	5,431	1,124,240
	기타	82,873	463,647
	관계기업 및 공동기업 계	93,088	2,184,704
그 밖의 특수관계자	삼성물산(*2)	187,108	288,984
	삼성SDI	4,771	122,936
	기타	18,052	126,422
	그 밖의 특수관계자 계	209,931	538,342

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 제일모직은 당분기 중 삼성물산을 흡수합병 후 사명을 삼성물산으로 변경하였습니다.

다. 연결회사는 당분기 중 삼성바이오로직스 133,600백만원 등 관계기업 및 공동기업에 총 137,917백만원(전분기: 총 655,067백만원)을 추가로 출자하였습니다.

라. 주요 경영진에 대한 보상

당분기 및 전분기 중 연결회사가 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	당분기	전분기
단기급여	6,944	17,865
퇴직급여	420	730
기타 장기급여	6,237	5,353

27. 사업결합 :

당분기 중 발생한 주요한 사업결합 거래는 다음과 같습니다.

회사의 종속기업 Samsung Electronics America는 2015년 2월 23일자로 Samsung Pay(구 LoopPay)의 지분 100%를 인수하였습니다.

가. 피인수회사의 개요

피인수회사명	LoopPay, Inc.(현 Samsung Pay, Inc.)
본점소재지	Burlington, MA, USA
대표이사	Will Graylin
업종	모바일 결제 개발 및 서비스

27. 사업결합, 계속 :

나. 인수회계처리

(단위: 백만원)

구 분	금액
I. 이전대가	275,325
II. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액	
현금및현금성자산	3,042
단기금융상품	57
매출채권 및 기타채권	17,559
유형자산	122
무형자산	20,293
기타자산	22
매입채무 및 기타채무	(23,268)
이연법인세부채	(5,220)
총 식별가능한 순자산	12,607
III. 영업권 (I - II)	262,718

Samsung Pay(구 LoopPay)가 2015년 1월 1일부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우, 연결손익계산서에 추가로 포함될 매출 및 당기순손실은 85백만원 및 2,151백만원이며, 연결대상 편입 이후 Samsung Pay(구 LoopPay)로부터 발생한 매출 및 당기순손실은 112백만원 및 13,790백만원입니다.

28. 매각예정분류자산(처분자산집단)

가. 주요 사항

(1) 삼성테크윈 매각

전기 중 연결회사의 경영진은 보유중인 삼성테크윈주식회사 지분 전부를 주식회사 한화에 매각하기로 결정하였습니다. 2014년 11월 26일 계약이 체결되었으며, 2015년 6월 중 매각이 완료되었습니다.

(2) 삼성종합화학 매각

전기 중 연결회사의 경영진은 보유중인 삼성종합화학주식회사 지분 전부를 한화케미칼주식회사 및 한화에너지주식회사에 매각하기로 결정하였으며, 2015년 4월 중 매각이 완료되었습니다.

(3) 광소재 사업 매각

전기 중 연결회사의 경영진은 광소재 사업을 매각하기로 결정하였으며, 이로 인하여 전기말 현재 해당 사업과 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로 표시되었습니다. 해당 사업은 주요 사업계열이 아니므로 관련 손익은 전기의 중단영업으로 표시되지 않았습니다. 해당 계약은 2014년 12월 2일 체결되었으며, 2015년 3월 중 매각이 완료되었습니다.

28. 매각예정분류자산(처분자산집단), 계속 :

나. 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역

(1) 당분기말

보고기간종료일 현재 매각예정으로 분류한 자산 및 부채는 없습니다.

(2) 전기말

(단위:백만원)

구 분	금액
매각예정분류자산	
매출채권	60,173
재고자산	9,703
기타유동자산	22,523
유형자산	37,955
투자자산	511,441
기타비유동자산	3,696
계	645,491
매각예정분류부채	
유동부채	25,939
비유동부채	2,377
계	28,316

28. 매각예정분류자산(처분자산집단), 계속 :

다. 매각예정으로 분류한 기타자본항목의 내역

(1) 당분기말

보고기간종료일 현재 매각예정으로 분류한 기타자본항목은 없습니다.

(2) 전기말

(단위:백만원)

구 분	금액
매도가능증권평가이익	24,750
지분법자본변동	54,118
해외사업장환산외환차이	1,233
계	80,101

29. 보고기간 후 사건 :

가. 연결회사는 2015년 10월 29일자로 이사회에서 자기주식 취득 및 소각을 결의하였습니다. 취득 예정 주식수는 총 347만주(보통주 223만주, 우선주 124만주)이며, 취득 완료 후 즉시 소각 예정입니다. 취득 종료 예상일은 2016년 1월 29일입니다.

나. 연결회사는 2015년 10월 30일자로 삼성정밀화학주식회사 지분 전부를 롯데케미칼주식회사에 매각하기로 결정하였으며, 이후 실사를 거쳐 2016년 6월 이내 진행 예정입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 47 기 3분기말 2015.09.30 현재

제 46 기말 2014.12.31 현재

제 45 기말 2013.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 47 기 3분기말	제 46 기말	제 45 기말
자산			
유동자산	72,680,056	62,054,773	60,603,694
현금및현금성자산	5,654,891	1,643,318	2,030,307
단기금융상품	26,646,444	26,454,093	27,463,345
단기매도가능금융자산	3,131,624	2,137,533	1,488,527
매출채권	24,797,587	18,940,786	17,748,978
미수금	1,230,450	3,218,973	2,734,572
선급금	1,072,378	977,114	1,007,685
선급비용	2,104,613	1,846,360	1,373,140
재고자산	7,249,419	5,553,834	5,880,463
기타유동자산	792,650	821,079	876,677
매각예정분류자산		461,683	
비유동자산	99,308,781	102,005,810	94,222,263
장기매도가능금융자산	3,442,700	7,106,234	3,956,952
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	42,845,698	41,857,431	42,258,049
유형자산	44,756,717	43,744,259	41,439,372
무형자산	3,430,157	3,051,564	2,495,302
장기선급비용	3,786,111	4,415,935	2,951,813
순확정급여자산		135,951	
기타비유동자산	1,047,398	1,694,436	1,120,775
자산총계	171,988,837	164,060,583	154,825,957
부채			
유동부채	31,496,493	28,208,638	27,597,944
매입채무	6,365,607	4,677,527	5,742,116
단기차입금	7,190,608	2,928,182	2,811,565
미지급금	5,512,215	6,460,166	5,404,573
선수금	183,767	139,803	141,582
예수금	536,899	596,164	514,235
미지급비용	4,512,630	7,413,148	5,952,745
미지급법인세	915,770	1,707,176	2,207,118
유동성장기부채	5,784	5,304	5,083

총당부채	6,256,591	4,246,054	4,805,193
기타유동부채	16,622	14,855	13,734
매각예정분류부채		20,259	
비유동부채	3,503,132	3,174,870	4,857,246
사채	69,406	63,648	66,079
장기미지급금	2,143,520	2,305,055	769,002
순확정급여부채	464,268		1,500,222
이연법인세부채	213,510	364,366	1,954,171
장기총당부채	608,355	437,974	415,718
기타비유동부채	4,073	3,827	152,054
부채총계	34,999,625	31,383,508	32,455,190
자본			
자본금	897,514	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	140,659,227	134,464,189	122,029,419
기타자본항목	(8,971,422)	(7,113,271)	(4,960,059)
매각예정분류기타자본항목		24,750	
자본총계	136,989,212	132,677,075	122,370,767
자본과부채총계	171,988,837	164,060,583	154,825,957

손익계산서

제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지

제 46 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지

제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 47 기 3분기		제 46 기 3분기		제 46 기	제 45 기
	3개월	누적	3개월	누적		
수익(매출액)	35,820,499	100,062,013	31,002,404	104,176,256	137,825,547	158,372,089
매출원가	26,362,070	72,879,513	23,464,560	72,909,799	99,188,713	110,731,528
매출총이익	9,458,429	27,182,500	7,537,844	31,266,457	38,636,834	47,640,561
판매비와관리비	5,545,954	16,445,457	5,777,649	18,457,304	24,711,840	25,833,556
영업이익(손실)	3,912,475	10,737,043	1,760,195	12,809,153	13,924,994	21,807,005
기타수익	197,310	940,335	238,838	934,967	3,507,303	3,130,308
기타비용	202,224	393,912	167,919	478,178	706,929	792,210
금융수익	1,616,605	3,718,146	688,863	2,717,708	4,289,118	3,918,900
금융비용	1,587,289	3,524,874	558,293	2,292,203	3,733,845	3,846,744
법인세비용차감전순이익(손실)	3,936,877	11,476,738	1,961,684	13,691,447	17,280,641	24,217,259
법인세비용	796,703	2,208,220	235,846	2,546,609	2,688,860	6,287,739
계속영업이익(손실)	3,140,174	9,268,518	1,725,838	11,144,838	14,591,781	17,929,520
당기순이익(손실)	3,140,174	9,268,518	1,725,838	11,144,838	14,591,781	17,929,520
주당이익						
기본주당이익(손실) (단위:원)	21,085	62,211	11,442	73,900	96,784	118,946
희석주당이익(손실) (단위:원)	21,085	62,210	11,441	73,894	96,779	118,921

포괄손익계산서

제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지

제 46 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지

제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 47 기 3분기		제 46 기 3분기		제 46 기	제 45 기
	3개월	누적	3개월	누적		
당기순이익(손실)	3,140,174	9,268,518	1,725,838	11,144,838	14,591,781	17,929,520
기타포괄손익	(199,738)	(559,842)	102,808	(278,559)	(1,026,468)	(269,819)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(20,035)	(64,569)	(10,703)	(35,617)	(572,373)	(165,832)
순확정급여부채 재측정요소	(20,035)	(64,569)	(10,703)	(35,617)	(572,373)	(165,832)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(179,703)	(495,273)	113,511	(242,942)	(454,095)	(103,987)
매도가능금융자산평가손익	(179,703)	(495,273)	113,511	(242,942)	(454,095)	(103,987)
총포괄손익	2,940,436	8,708,676	1,828,646	10,866,279	13,565,313	17,659,701

자본변동표

제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지

제 46 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지

제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

		자본					
		자본금	주식발행초 과금	이익잉여금	기타자본항목	매각예정분류기 타자본항목	자본 합계
2013.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	105,306,520	(4,720,058)		105,887,869
자본의 변동	포괄손익						
	당기순이익(손실)			17,929,520			17,929,520
	매도가능금융자산평가				(103,987)		(103,987)
	순확정급여부채 재측정요소				(165,832)		(165,832)
	매각예정분류						
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
	배당			(1,206,621)			(1,206,621)
	자기주식의 취득						
	자기주식의 처분				41,817		41,817
	주식선택권				(11,999)		(11,999)
	기타						
2013.12.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	122,029,419	(4,960,059)		122,370,767
2014.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	122,029,419	(4,960,059)		122,370,767
자본의 변동	포괄손익						
	당기순이익(손실)			14,591,781			14,591,781
	매도가능금융자산평가				(454,095)		(454,095)
	순확정급여부채 재측정요소				(572,373)		(572,373)
	매각예정분류				(24,750)	24,750	
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
	배당			(2,157,011)			(2,157,011)
	자기주식의 취득				(1,125,322)		(1,125,322)
	자기주식의 처분				32,764		32,764
	주식선택권				(9,436)		(9,436)
	기타						
2014.12.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	134,464,189	(7,113,271)	24,750	132,677,075
2014.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	122,029,419	(4,960,059)		122,370,767
자본의 변동	포괄손익						
	당기순이익(손실)			11,144,838			11,144,838
	매도가능금융자산평가				(242,942)		(242,942)
	순확정급여부채 재측정요소				(35,617)		(35,617)
	매각예정분류						
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
	배당			(2,157,011)			(2,157,011)
	자기주식의 취득						
	자기주식의 처분				32,763		32,763
	주식선택권				(9,436)		(9,436)

	기타						
2014.09.30 (기말자본)		897,514	4,403,893	131,017,246	(5,215,291)		131,103,362
2015.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	134,464,189	(7,113,271)	24,750	132,677,075
자본의 변동	포괄손익						
	당기순이익(손실)			9,268,518			9,268,518
	매도가능금융자산평가				(466,301)	(28,972)	(495,273)
	순확정급여부채 재측정요소				(64,569)		(64,569)
	매각예정분류				(4,222)	4,222	
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
	배당			(3,073,480)			(3,073,480)
	자기주식의 취득				(1,323,059)		(1,323,059)
	자기주식의 처분						
	주식선택권						
	기타						
2015.09.30 (기말자본)		897,514	4,403,893	140,659,227	(8,971,422)		136,989,212

현금흐름표

제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
 제 46 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
 제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
 제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기
영업활동 현금흐름	12,468,273	19,140,786	18,653,817	28,443,058
영업에서 창출된 현금흐름	13,041,275	21,320,985	20,854,601	31,520,938
당기순이익	9,268,518	11,144,838	14,591,781	17,929,520
조정	10,646,465	9,618,354	10,894,724	13,302,395
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,873,708)	557,793	(4,631,904)	289,023
이자 수취	705,545	603,188	854,946	441,659
이자 지급	(122,703)	(68,663)	(91,827)	(65,476)
배당금 수입	1,815,902	603,302	1,505,107	711,925
법인세 납부액	(2,971,746)	(3,318,026)	(4,469,010)	(4,165,988)
투자활동 현금흐름	(8,356,100)	(16,494,964)	(15,951,220)	(27,325,848)
단기금융상품의 순증가	7,650	(1,997,141)	2,709,251	(14,062,772)
단기매도가능금융자산의 처분	2,043,215	1,468,787	1,954,156	2,533,633
단기매도가능금융자산의 취득		(1,318,344)	(1,518,343)	(2,500,000)
장기금융상품의 처분	500,000			11
장기금융상품의 취득		(2,400,000)	(2,400,000)	
장기매도가능금융자산의 처분	77,199	6,688	18,729	1,606,436
장기매도가능금융자산의 취득	(9,369)	(3,439,919)	(3,673,800)	(1,253,174)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	311,310	18,286	21,411	57,779
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(1,057,261)	(1,079,144)	(1,236,303)	(2,882,883)
유형자산의 처분	243,073	96,140	195,588	224,663
유형자산의 취득	(9,697,952)	(7,012,399)	(10,867,797)	(10,283,821)
무형자산의 처분	926	4,805	5,176	917
무형자산의 취득	(1,017,231)	(893,403)	(1,254,109)	(748,080)
기타 투자활동으로 인한 현금유출입액	242,340	50,680	94,821	(18,557)
재무활동 현금흐름	(135,511)	(2,203,175)	(3,089,586)	(1,356,325)
단기차입금의 순증가	4,260,941	(73,633)	170,576	(178,713)
자기주식의 취득	(1,323,059)		(1,125,322)	
자기주식의 처분		27,582	27,582	34,390
사채 및 장기차입금의 상환			(5,274)	(5,356)
배당금 지급	(3,073,393)	(2,157,124)	(2,157,148)	(1,206,646)
외화환산으로 인한 현금의 변동	34,911			
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	4,011,573	442,647	(386,989)	(239,115)
기초 현금 및 현금성자산	1,643,318	2,030,307	2,030,307	2,269,422
기말 현금 및 현금성자산	5,654,891	2,472,954	1,643,318	2,030,307

5. 재무제표 주석

제 47 기 분기 : 2015년 9월 30일 현재

제 46 기 : 2014년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사

1. 일반적 사항 :

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 CE부문, IM부문, DS부문으로 구성되어 있습니다. CE(Consumer Electronics) 부문은 디지털 TV, 모니터, 프린터, 에어컨 및 냉장고 등의 사업으로 구성되어 있고, IM(Information technology & Mobile communications) 부문은 휴대폰, 통신시스템, 컴퓨터 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리 반도체, 시스템 LSI 등의 반도체 사업으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

이 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침

2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2015년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2015년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 회사가 채택한 제·개정 기준서

회사는 2015년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정
기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정에 따라 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하는 회사가 종업원 또는 제3자로부터 기여금을 납입받는 경우에 실무적 간편법에 따른 회계처리가 허용됩니다. 기업회계기준서 제1019호의 채택으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

- 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표' 개정
기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표' 개정에 따라 종속기업, 공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산은 범주별로 원가법, 기업회계기준서 제1039호에 따른 방법, 또는 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법 중 하나를 선택하여 회계처리 할 수 있습니다. 동 개정내용은 2016년 1월 1일 이후에 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다.

2. 중요한 회계처리방침, 계속 :

2.2. 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주식 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 연간법인세율, 즉 추정 평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

또한 회사는 2015년 1월 시행된 온실가스 배출권거래제에 대하여 일반기업회계기준 제33장 '온실가스 배출권과 배출부채'를 준용하여 회계처리하였습니다. 이에 따르면 정부로부터 무상으로 할당받은 배출권은 영(0)으로 측정하고 매입 배출권은 취득원가로 측정하며 손상차손누계액을 차감하여 표시합니다. 온실가스 배출 결과 발생하는 배출부채는 회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대한 의무 이행에 소요되는 지출의 보고기간 말 현재 최선의 추정치의 합으로 측정합니다.

2. 중요한 회계처리방침, 계속 :

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과 부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용 및 배출량에 대한 의무를 이행하기 위한 배출권 및 배출부채를 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품 :

보고기간종료일 현재 회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능금융자산	계
현금및현금성자산	5,654,891	-	5,654,891
단기금융상품	26,646,444	-	26,646,444
단기매도가능금융자산	-	3,131,624	3,131,624
매출채권	24,797,587	-	24,797,587
장기매도가능금융자산	-	3,442,700	3,442,700
기타	2,734,240	-	2,734,240
계	59,833,162	6,574,324	66,407,486

(단위: 백만원)

금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	계
매입채무	6,365,607	-	6,365,607
단기차입금	-	7,190,608	7,190,608
미지급금	5,381,484	-	5,381,484
유동성장기부채	5,784	-	5,784
사채	69,406	-	69,406
장기미지급금	1,998,946	-	1,998,946
기타	4,179,652	-	4,179,652
계	18,000,879	7,190,608	25,191,487

3. 범주별 금융상품, 계속 :

(2) 전기말

(단위: 백만원)

금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능금융자산	계
현금및현금성자산	1,643,318	-	1,643,318
단기금융상품	26,454,093	-	26,454,093
단기매도가능금융자산	-	2,137,533	2,137,533
매출채권	18,940,786	-	18,940,786
장기매도가능금융자산	-	7,106,234	7,106,234
기타	4,784,332	100,051	4,884,383
계	51,822,529	9,343,818	61,166,347

(단위: 백만원)

금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	계
매입채무	4,677,527	-	4,677,527
단기차입금	-	2,928,182	2,928,182
미지급금	6,358,319	-	6,358,319
유동성장기부채	5,304	-	5,304
사채	63,648	-	63,648
장기미지급금	2,305,055	-	2,305,055
기타	6,952,651	-	6,952,651
계	20,362,504	2,928,182	23,290,686

4. 장기매도가능금융자산 :

가. 보고기간종료일 현재 회사의 장기매도가능금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분증권 - 상장주식	3,347,046	3,981,755
지분증권 - 비상장주식	86,585	81,933
채무증권(*)	9,069	3,042,546
계	3,442,700	7,106,234

(*) 보고기간종료일 현재 매도가능금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대노출금액은 장부 금액입니다.

4. 장기매도가능금융자산, 계속 :

나. 보고기간종료일 현재 장기매도가능금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기 업 명	당분기말				전기말
	보유주식수(주)	지분율(%)	취득원가	장부가액 (시장가치)	장부가액 (시장가치)
삼성SDI	13,462,673	19.6	1,542,857	1,460,700	1,561,670
삼성중공업	40,675,641	17.6	258,299	500,310	811,479
삼성정밀화학	2,164,970	8.4	45,678	87,140	70,795
호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	230,542	183,231
제일기획	14,498,725	12.6	223,941	263,877	249,378
아이마켓코리아	647,320	1.8	324	19,031	18,384
에이테크솔루션	1,592,000	15.9	26,348	9,043	7,578
원익아이피에스	3,610,108	4.5	31,625	32,996	50,361
케이티스카이라이프	240,000	0.5	3,344	4,884	4,404
Rambus	4,788,125	4.1	92,682	67,489	58,368
Seagate Technology	12,539,490	4.2	218,543	671,034	916,597
SunEdison Semiconductor Limited	-	-	-	-	49,510
계			2,457,598	3,347,046	3,981,755

취득원가는 회수가능액이 취득원가에 미달하여 인식한 매도가능금융자산 손상차손을 차감하지 아니한 금액입니다. 취득원가와 시가의 차액은 자본항목에 직접 반영되는 법인세효과를 감안한 후 기타자본항목(매도가능금융자산평가손익)으로 계상하고 있습니다.

5. 재고자산 :

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가충당금	장부가액	평가전금액	평가충당금	장부가액
제품 및 상품	1,409,098	(61,781)	1,347,317	1,003,347	(61,090)	942,257
반제품 및 재공품	4,497,740	(226,119)	4,271,621	3,544,921	(364,146)	3,180,775
원재료 및 저장품	1,635,547	(275,912)	1,359,635	1,371,893	(226,386)	1,145,507
미착품	270,846	-	270,846	285,295	-	285,295
계	7,813,231	(563,812)	7,249,419	6,205,456	(651,622)	5,553,834

6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 :

가. 당분기와 전분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	41,857,431	42,258,049
취득	1,057,261	1,079,144
처분	(68,994)	(48,869)
손상	-	(50,517)
기타 변동액(*)	-	(1,215,929)
분기말장부가액	42,845,698	42,021,878

(*) 전분기 중 지분율 하락에 따라 삼성SDI에 대한 관계기업 투자를 매도가능금융자산으로 대체하였습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다 (종속기업 현황은 주석 25 참조).

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장
삼성카드	업무제휴	37.5	한국
삼성전기	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국
삼성에스디에스	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 등IT서비스 제공	22.6	한국

(*) 보통주 지분율입니다.

6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자, 계속 :

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장
Toshiba Samsung Storage Technology Japan	전자제품 생산 및 공급	49.0	일본

(*) 보통주 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분	당분기말			전기말	
	주식수	시장가치	장부가액	시장가치	장부가액
삼성카드	43,393,170	1,573,002	1,455,485	1,917,978	1,455,485
삼성전기	17,693,084	1,137,665	445,244	967,812	445,244
삼성에스디에스	17,472,110	5,031,968	560,827	5,128,064	560,827

7. 유형자산 :

가. 당분기와 전분기 중 유형자산의 주요 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초순장부가액	43,744,259	41,439,372
일반취득 및 자본적지출	8,861,181	6,944,376
감가상각	(7,548,236)	(6,891,036)
처분/폐기/손상	(134,512)	(136,679)
기타	(165,975)	(259,535)
분기말순장부가액	44,756,717	41,096,498

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	6,724,637	6,140,965
판매비와관리비 등	823,599	750,071
계	7,548,236	6,891,036

8. 무형자산 :

가. 당분기와 전분기 중 무형자산의 주요 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	3,051,564	2,495,302
내부개발에 의한 취득	858,982	679,094
개별 취득	158,249	214,309
상각	(731,748)	(658,284)
처분/폐기/손상	(35,839)	(27,169)
기타	128,949	255,564
분기말장부가액	3,430,157	2,958,816

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	525,210	363,378
판매비와관리비 등	206,538	294,906
계	731,748	658,284

9. 차입금 :

보고기간종료일 현재 회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당분기말	당분기말	전기말
담보부 차입금	우리은행 외	0.3 ~ 13.8	7,190,608	2,928,182

상기 담보부 차입금에 대해서는 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다.

10. 사채 :

보고기간종료일 현재 회사의 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds	1997.10.2	2027.10.1	7.7	77,643 (US\$65,000천)	71,448 (US\$65,000천)
1년 이내 만기도래분				(5,973)	(5,496)
사채할인발행차금				(2,264)	(2,304)
계				69,406	63,648

상기 사채는 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산) :

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)와 관련하여 재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	6,550,118	5,980,071
기금이 적립되지 않는 확정급여채무의 현재가치	22,972	20,973
소 계	6,573,090	6,001,044
사외적립자산의 공정가치	(6,108,822)	(6,136,995)
순확정급여부채(자산) 계	464,268	(135,951)

나. 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	648,450	538,753
순이자원가(수익)	(6,659)	64,390
과거근무원가	-	103,264
계	641,791	706,407

다. 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	255,003	263,284
판매비와관리비 등	386,788	443,123
계	641,791	706,407

12. 충당부채 :

당분기 중 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	상여충당부채 (라)	기타충당부채 (마)	계
기초	215,850	3,811,135	645,833	-	11,210	4,684,028
순전입액	177,125	424,826	149,715	2,017,159	32,787	2,801,612
사용액	(205,831)	(343,848)	(187,193)	(142,426)	(6,083)	(885,381)
기타(*)	-	264,661	-	-	26	264,687
당분기말	187,144	4,156,774	608,355	1,874,733	37,940	6,864,946

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

가. 회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 회사는 협상 진행중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 상기 금액의 지급시기는 협상경과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 회사는 임원을 대상으로 부여년도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 회사는 임직원을 대상으로 당 회계연도의 경영실적에 따라 상여를 지급하고 있는바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분은 충당부채로 계상하고 있습니다.

12. 중당부채, 계속 :

마. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 중당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 보고기간종료일 현재 회사의 이행연도별 무상할당 배출권 및 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위: 톤)

구 분	2015년	2016년	2017년
무상할당 배출권	5,774,375	5,662,429	5,548,627
배출량 추정치	6,569,385	7,328,034	8,248,797

(2) 당분기 중 회사의 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	금 액
기초	-
취득	5,100
당분기말	5,100

(3) 당분기 중 회사의 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	금 액
기초	-
전입액	5,960
당분기말	5,960

13. 우발부채와 약정사항 :

가. 지급보증한 내역

보고기간종료일 현재 회사가 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 백만US\$)

내역	금액	
	당분기말	전기말
임대주택 관련 채무보증(*)	10,778	13,071
해외종속기업에 대한 채무보증 (한도 기준)	US\$ 9,512 (원화환산액: ₩11,362,090)	US\$ 9,440 (원화환산액: ₩10,376,805)
해외종속기업에 대한 채무보증 (실차입금 기준)	US\$ 2,137 (원화환산액: ₩2,552,736)	US\$ 2,152 (원화환산액: ₩2,365,868)

(*) 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대하여 제공한 채무보증 약정 한도액입니다.

13. 우발부채와 약정사항, 계속 :

보고기간종료일 현재 회사가 해외중속기업의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

(단위: 백만원)

해외중속기업	보증처	보증기간	금액	
			실차입금	지급보증금액
Samsung Electronics America(SEA)	SMBC 외	2017-04-10	1,194,500	2,896,663
Samsung Japan(SJC)	Mizuho Bank 외	2016-05-31	341,616	1,063,105
Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	HSBC 외	2016-06-13	661	948,433
Samsung Electronics Mexico(SEM)	Santander 외	2016-08-19	67,664	807,482
Samsung Electronics Turkey(SETK)	BTMU 외	2016-06-13	243,654	800,315
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico(SEDAM)	Citibank 외	2016-06-13	110,084	526,775
Samsung Electronics South Africa(SSA)	Citibank 외	2016-06-13	197,790	400,158
Samsung Electronics Peru(SEPR)	BBVA 외	2016-06-13	77,332	215,010
Samsung Electronics Central Eurasia(SECE)	Citibank 외	2016-07-21	1,768	181,564
Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM)	HSBC	2016-06-13	158,630	158,630
Samsung Electronica Colombia(SAMCOL)	Citibank 외	2016-06-13	82,554	150,507
Samsung Electronics Morocco(SEMRC)	SocGen 외	2015-12-16	43	131,395
Simpres	BNP	2015-11-08	43,818	71,670
Samsung R&D Institute Japan(SRJ)	SMBC	2016-02-28	24,935	25,085
Samsung Electronics South Africa Production(SSAP)	SCB	2015-11-08	7,687	23,890
기타			-	2,961,408
계			2,552,736	11,362,090

또한, 헝가리에 소재한 SEH(Samsung Electronics Hungarian) 법인이 헝가리정부와 체결한 투자 인센티브 계약의 이행을 보증하기 위하여 18,490백만원(43.2억 HUF)의지급보증을 제공하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 회사가 보유하고 있는 부산신항만 주식은 동 회사의 차입금에 대한 담보로 질권이 설정되어 있습니다.

13. 우발부채와 약정사항, 계속 :

나. 소송 등

(1) 보고기간종료일 현재 Apple사와의 특허관련 소송이 미국에서 진행중입니다. 해당 소송과 관련해서는 2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 평결이 있었으며, 2014년 3월 6일 Apple사의 회사 제품 판매 금지 주장을 기각하고 손해배상액은 배심원 평결 금액으로 하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 2014년 12월 4일 항소심 재판이 진행되었습니다. 2015년 5월 18일 항소심 법원은 2심 판결을 선고하면서 1심 판결 중 일부 판결은 파기 환송하고 일부 판결은 유지하였습니다. 회사는 유지된 일부 판결 중 디자인 침해와 관련하여 2015년 6월 17일 전원합의체 재심리 신청을 하였으나, 2015년 8월 13일 재심리 신청은 불허되었습니다. 이후 1심 법원에서 환송심 절차가 진행되었으며, 2015년 9월 18일 1심 법원은 항소심에서 유지된 일부 판결에 대한 최종판결을 선고하였습니다. 회사는 이에 항소하였으며, 2015년 10월 13일 항소가 기각되자 2015년 10월 19일 전원합의체 재심리 신청을 하였습니다.

또한, 2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두번째 소송과 관련해 회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었으며, 2014년 11월 25일 배심원 평결을 확인하는 1심 법원의 판결이 선고되었습니다. 회사는 2014년 11월 25일 1심 판결에 대해 항소하였으며, 항소심 재판이 계속 진행될 예정입니다. 1심 법원은 2014년 8월 27일 애플의 판매금지청구를 기각하였으나, 항소법원은 2015년 9월 17일 1심 판단을 파기 환송하는 판결을 선고한 바, 회사는 2015년 10월 19일 전원합의체 재심리 신청을 하였습니다. 동 소송을 포함한 Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

13. 우발부채와 약정사항, 계속 :

2014년 8월, 회사와 Apple사는 미국 외 지역에서의 소송을 취하한다는 합의에 이른 바 있으며, 보고서일 현재 미국 외 모든 국가에서 소송 취하가 완료되었습니다.

(2) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 분할과 관련된 연대채무

회사와 삼성디스플레이 주식회사는 삼성디스플레이 주식회사의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

14. 자본금 :

회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액 : 5,000원)이며, 보고 기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(소각 주식수 제외)는 각각 147,299,337주와 22,833,427주입니다. 이익소각으로 인하여 발행주식의액면 총액은 850,664백만원(보통주 736,497백만원 및 우선주 114,167백만원)으로 납입자본금(897,514백만원)과 상이합니다.

15. 이익잉여금 :

가. 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금	450,789	450,789
임의적립금	131,088,806	119,496,997
미처분이익잉여금	9,119,632	14,516,403
계	140,659,227	134,464,189

나. 회사는 2015년 7월 30일 이사회결의에 의거 2015년 6월 30일을 배당기준일로 하여 중간배당을 지급하였으며, 당분기와 전분기의 중간배당금 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분		당분기	전분기
배당받을 주식	보통주	129,312,651주	130,962,651주
	우선주	19,603,734주	19,854,734주
배당률(액면가 기준)		20%	10%
배당금액	보통주	129,313	65,481
	우선주	19,603	9,927
	계	148,916	75,408

16. 기타자본항목 :

가. 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식	(9,752,372)	(8,429,313)
주식선택권	806	806
매도가능금융자산평가손익	752,297	1,222,820
순확정급여부채 재측정요소	(1,731,201)	(1,666,632)
기타	1,759,048	1,759,048
계	(8,971,422)	(7,113,271)

나. 회사는 기명식보통주식 및 무의결권우선주식을 취득하여 기타자본항목으로 계상하고 있으며, 향후 주식선택권의 행사시 교부 등에 사용할 예정입니다. 보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주,백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	보통주	우선주	보통주	우선주
주식수	17,986,686	3,229,693	17,094,741	3,110,943
취득가액	8,873,555	878,817	7,673,549	755,764

17. 비용의 성격별 분류 :

당분기와 전분기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
제품 및 재공품 등의 변동	(436,249)	(1,495,905)	(28,478)	119,833
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	20,239,652	55,316,569	17,200,517	54,379,689
급여	2,236,678	7,064,588	2,344,643	7,184,220
퇴직급여	213,931	642,284	203,543	707,441
감가상각비	2,592,256	7,548,236	2,339,375	6,891,036
무형자산상각비	254,576	731,748	247,890	658,284
복리후생비	444,425	1,280,122	340,638	1,087,400
지급수수료	829,644	2,480,160	828,693	2,931,496
기타비용	5,533,111	15,757,168	5,765,388	17,407,704
계(*)	31,908,024	89,324,970	29,242,209	91,367,103

(*) 손익계산서상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

18. 판매비와관리비 :

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
(1) 판매비와관리비				
급여	404,362	1,273,696	454,710	1,368,783
퇴직급여	40,423	120,946	41,536	144,266
지급수수료	829,644	2,480,160	828,693	2,931,496
감가상각비	75,529	221,122	71,868	205,419
무형자산상각비	31,030	106,123	67,753	201,198
광고선전비	176,526	424,337	137,196	464,281
판매촉진비	300,480	806,382	324,028	878,108
운반비	160,493	433,263	181,954	526,003
애프터서비스비	166,427	437,834	174,801	540,424
기타판매비와관리비	502,557	1,367,342	513,277	1,483,438
소계	2,687,471	7,671,205	2,795,816	8,743,416
(2) 경상연구개발비				
연구개발 총지출액	3,133,200	9,633,234	3,319,385	10,392,982
개발비 자산화	(274,717)	(858,982)	(337,552)	(679,094)
소계	2,858,483	8,774,252	2,981,833	9,713,888
계	5,545,954	16,445,457	5,777,649	18,457,304

19. 기타수익 및 기타비용 :

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
(1) 기타수익				
배당금수익	19,045	128,537	85,342	223,223
임대료수익	21,588	68,188	22,387	64,043
투자자산처분이익	33,110	56,554	16,298	75,312
유형자산처분이익	80,024	138,621	18,296	48,004
매각예정분류자산처분이익	3,772	340,549	-	-
기타	39,771	207,886	96,515	524,385
계	197,310	940,335	238,838	934,967
(2) 기타비용				
유형자산처분손실	8,282	18,493	12,212	76,281
기부금	131,381	275,600	124,304	292,855
무형자산손상차손	5,335	23,117	-	-
기타	57,226	76,702	31,403	109,042
계	202,224	393,912	167,919	478,178

20. 금융수익 및 금융비용 :

가. 당분기 및 전분기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
(1) 금융수익				
이자수익	178,261	546,612	255,779	704,286
－ 대여금및수취채권	156,208	473,976	226,245	647,211
－ 매도가능금융자산	22,053	72,636	29,534	57,075
외환차이	1,438,344	3,171,534	439,502	1,982,548
파생상품관련이익	－	－	(6,418)	30,874
계	1,616,605	3,718,146	688,863	2,717,708
(2) 금융비용				
이자비용	74,256	211,640	60,482	168,992
－ 상각후원가로 측정하는 금융부채	27,817	93,095	33,037	103,068
－ 기타 금융부채	46,439	118,545	27,445	65,924
외환차이	1,513,033	3,313,234	497,723	2,097,326
파생상품관련손실	－	－	88	25,885
계	1,587,289	3,524,874	558,293	2,292,203

나. 회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

21. 법인세비용 :

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2015년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 19.2%입니다.

22. 주당이익 :

가. 기본주당이익

당분기와 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
분기순이익	3,140,174	9,268,518	1,725,838	11,144,838
분기순이익 중 보통주 해당분	2,726,580	8,047,748	1,498,430	9,677,066
÷ 가중평균유통보통주식수	129,313	129,362	130,963	130,949
기본 보통주 주당이익(단위:원)	21,085	62,211	11,442	73,900

(2) 우선주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
분기순이익	3,140,174	9,268,518	1,725,838	11,144,838
분기순이익 중 우선주 해당분	413,594	1,220,770	227,408	1,467,772
÷ 가중평균유통우선주식수	19,604	19,611	19,854	19,854
기본 우선주 주당이익(단위:원)	21,098	62,250	11,454	73,929

22. 주당이익, 계속 :

나. 회석주당이익

회사가 보유하고 있는 회석성 잠재적보통주는 주식선택권이 있으며, 회석주당순이익은 모든 회석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.

당분기와 전분기의 회석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
보통주 회석순이익	2,726,594	8,047,789	1,498,434	9,677,092
÷ 가중평균된 유통보통주식수와 회석성 잠재적보통주의 합산 주식수	129,315	129,365	130,965	130,959
회석 보통주 주당이익(단위:원)	21,085	62,210	11,441	73,894

(2) 우선주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
우선주 회석순이익	413,580	1,220,729	227,404	1,467,746
÷ 가중평균된 유통우선주식수와 회석성 잠재적우선주의 합산 주식수	19,604	19,611	19,854	19,854
회석 우선주 주당이익(단위:원)	21,097	62,248	11,454	73,928

23. 영업에서 창출된 현금흐름 :

당분기와 전분기 중 영업활동현금흐름의 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의변동은 다음과 같습니다.

- 조정 내역

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
1. 법인세비용	2,208,220	2,546,609
2. 금융수익	(975,928)	(1,400,931)
3. 금융비용	1,089,570	474,123
4. 퇴직급여	642,284	707,441
5. 감가상각비	7,548,236	6,891,036
6. 무형자산상각비	731,748	658,284
7. 대손상각비 등	128,967	223,821
8. 배당금수익	(128,537)	(223,223)
9. 유형자산처분이익	(138,621)	(48,004)
10. 유형자산처분손실	18,493	76,281
11. 무형자산손상차손	23,117	-
12. 재고자산평가손실 등	12,193	74,798
13. 투자자산처분이익	(56,554)	(75,312)
14. 매각예정분류자산처분이익	(340,549)	-
15. 기타 수익, 비용	(116,174)	(286,569)
계	10,646,465	9,618,354

23. 영업에서 창출된 현금흐름, 계속 :

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
1. 매출채권의 증가	(5,716,696)	(311,761)
2. 미수금의 감소	500,152	1,149,771
3. 선급금의 (증가)감소	(95,079)	65,436
4. 장단기선급비용의 감소(증가)	372,107	(2,433,018)
5. 재고자산의 (증가)감소	(1,710,410)	230,796
6. 매입채무의 증가	1,616,132	812,776
7. 장단기미지급금의 (감소)증가	(543,504)	1,372,735
8. 선수금의 증가(감소)	43,944	(27,235)
9. 예수금의 (감소)증가	(61,870)	81,836
10. 미지급비용의 감소	(2,963,366)	(1,339,891)
11. 총당부채의 증가	1,916,231	972,377
12. 퇴직금의 지급	(272,998)	(171,511)
13. 기타	41,649	155,482
계	(6,873,708)	557,793

24. 재무위험관리 :

회사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운영하고 있습니다.

재무위험 관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

또한, 회사는 해외 지역별 중심지(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 일본, 브라질, 러시아)에 금융관리요원을 파견하여 지역 금융센터를 운영함으로써, 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 회사의 환위험관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

회사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

회사는 전략적 목적 등으로 매도가능금융자산으로 분류된 지분증권에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분증권(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액(법인세효과 반영 전)은 각각 33,470백만원 및 39,818백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

다. 유동성 위험

회사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 회사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달 기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

회사의 자본위험관리 정책은 전기와 변동이 없었으며, 당분기말 현재 회사는 S&P로부터 A+ , Moody's로부터 A1 평가등급을 받고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	34,999,625	31,383,508
자 본	136,989,212	132,677,075
부채비율	25.5%	23.7%

24. 재무위험관리, 계속 :

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 회사 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	5,654,891	(*)	1,643,318	(*)
단기금융상품	26,646,444	(*)	26,454,093	(*)
단기매도가능금융자산	3,131,624	3,131,624	2,137,533	2,137,533
매출채권	24,797,587	(*)	18,940,786	(*)
장기매도가능금융자산	3,442,700	3,442,700	7,106,234	7,106,234
기타	2,734,240	2,724,357	4,884,383	4,861,921
소계	66,407,486		61,166,347	
금융부채				
매입채무	6,365,607	(*)	4,677,527	(*)
단기차입금	7,190,608	(*)	2,928,182	(*)
미지급금	5,381,484	(*)	6,358,319	(*)
유동성장기부채	5,784	(*)	5,304	(*)
사채	69,406	98,602	63,648	84,792
장기미지급금	1,998,946	2,041,095	2,305,055	2,390,956
기타	4,179,652	(*)	6,952,651	(*)
소계	25,191,487		23,290,686	

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 회사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
자 산				
단기매도가능금융자산	-	3,131,624	-	3,131,624
장기매도가능금융자산	3,347,046	9,069	86,585	3,442,700

(단위: 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
자 산				
단기매도가능금융자산	1,016,878	1,120,655	-	2,137,533
장기매도가능금융자산	3,981,755	3,042,546	81,933	7,106,234
기타	-	-	100,051	100,051

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

회사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

24. 재무위험관리, 계속 :

(3) 가치평가기법 및 투입변수

가. 회사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

나. Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
태원전기산업	17,094	현금흐름할인법	영구성장율	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.76%~9.76%(8.76%)
삼성벤처투자	6,586	현금흐름할인법	영구성장율	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.74%~9.74%(8.74%)

24. 재무위험관리, 계속 :

(4) Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	181,984	288,170
매입	6,133	10,900
매도	(101,532)	(1,800)
기타	-	(33,677)
분기말	86,585	263,593

(5) Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 각 상품별 투입변수의 변동에 따른 기타포괄손익효과(법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
장기매도가능금융자산(*)	-	6,127	-	(3,866)

(*) 지분증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

25. 특수관계자와의 거래 :

가. 지배, 종속관계

보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)
국내	삼성디스플레이	디스플레이 제조 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스	디스플레이 부품 생산	50.0
	스테코	반도체 부품생산	70.0
	세메스	반도체/FPD제조장비	91.5
	삼성전자서비스	전자제품 수리서비스	99.3
	삼성전자판매	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨	의료기기	68.5
	SVIC 14호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 20호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 23호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 27호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

지역	기업명	업종	지분율(%)(*1)
미주	Samsung Electronics America(SEA)(*2)	전자제품 판매	100.0
	NexusDX(Nexus)	의료기기	100.0
	Samsung Receivables(SRC)	채권관리	100.0
	NeuroLogica	의료기기	100.0
	Samsung Semiconductor(SSi)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Canada(SECA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Research America(SRA)	R&D	100.0
	Grandis	R&D	100.0
	Samsung Mexicana(SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung International(SII)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics Mexico(SEM)	전자제품 판매	99.9
	SEMES America(SEMESA)	반도체 장비	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico(SEDAM)	전자제품 생산	99.9
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami(SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela(SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronica Colombia(SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Panama(SEPA)	컨설팅	100.0
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina(SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile(SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru(SEPR)	전자제품 판매	100.0
	RT SV CO-INVEST(RT-SV)	벤처기업 투자	99.9
	Quietside	에어컨공조 판매	100.0
	SmartThings	스마트홈기기 판매	100.0
	PrinterOn	프린팅솔루션 판매	100.0
	PrinterOn America	프린팅솔루션 판매	100.0
	Simpres	프린팅솔루션 판매	100.0
	Samsung Pay(구 LoopPay)	모바일 결제 개발 및 서비스	100.0
	YESCO Electronics	LED 디스플레이 제조 및 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund (Beijing Fund)	벤처기업 투자	99.0

(*1) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

(*2) 회사의 종속기업 Samsung Electronics America(SEA)는 2015년 1월 1일자로 종속기업 Samsung Telecommunications America(STA)를 흡수합병하였습니다.

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽/CIS	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding(SEHG)	Holding Company	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia(SESa)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics France(SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak(SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia(SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Slovakia(SDSK)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Electronics Romania(SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas(SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Polska(SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa(SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Nordic(SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Europe(SSEL)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria(SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Greece(SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
유럽/CIS	SonoAce Deutschland(SMDE)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics Rus(SER)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Rus Company(SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine(SEU)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Baltics(SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company(SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus(SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Kazakhstan(SEK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia(SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga(SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Russia Service Centre(SRSC)	서비스	100.0
	Samsung Electronics(London) Limited(SEL)	Holding Company	100.0
	Samsung Denmark Research Center(SDRC)	R&D	100.0
	Samsung France Research Center(SFRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre(SCSC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH(ESG)	전자제품 판매	100.0
	PrinterOn Europe	프린팅솔루션 판매	100.0
	Samsung Electronics Caucasus(SECC)	마케팅	100.0
중동 및 아프리카	Samsung Electronics West Africa(SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa(SEEA)	마케팅	100.0
	Samsung Gulf Electronics(SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt(SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel(SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia(SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics South Africa(SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey(SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center(SIRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Levant(SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Morocco(SEMRC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production(SSAP)	TV/모니터 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
아시아 (중국제외)	Samsung Japan(SJC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan(SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan(SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M)(SDMA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics (M)(SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics(SAVINA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Asia Private(SAPL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics(SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore(SRI-B)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Australia(SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Telecommunications Indonesia(STIN)	통신시스템 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics(TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Samsung Electronics Philippines(SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics(SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Bangladesh(SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Telecommunications Malaysia(STM)	통신시스템 서비스	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Medison India(SMIN)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics New Zealand(SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam(SDV)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	CE 생산	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

지역	기업명	업종	지분율(%)(*)
중국	Samsung Display Dongguan(SDD)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin(SDT)	디스플레이 생산	95.0
	Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics(SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export(SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung (China) Investment(SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung Tianjin Mobile Development Center(STMC)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen(SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor(SESS)	반도체 임가공	100.0
	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing(SSDP)	프린터 생산	100.0
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	전자제품 생산	99.9
	Tianjin Samsung Electronics(TSEC)	TV/모니터 생산	91.2
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	전자제품 판매	100.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center(BST)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer(DESC)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Suzhou Module(SSM)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	디스플레이 생산	60.0
	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication(SSET)	통신제품 생산	95.0
	Samsung Electronics Shanghai Telecommunication(SSTC)	통신 및 네트워크 제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D(SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center(SCRC)	R&D	100.0
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics (Beijing) Service(SBSC)	서비스	100.0
	Tianjin Samsung LED(TSLED)	LED 생산	100.0
	Tianjin Samsung Opto-Electronics(TSOE)	카메라/캠코더 생산	90.0
	Samsung R&D Institute China-Xian(SRC-Xian)	R&D	100.0
	SEMES(Xian)	반도체 장비	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

나. 매출·매입 등 거래 내역

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구분	기업명	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이	513,957	2,640	1,999,713	-
	Samsung Electronics America(SEA)	21,231,535	-	215,325	-
	Samsung (China) Investment(SCIC)	437,141	-	6,467	-
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	97,700	142,046	1,728,586	-
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	2,288,833	2,172	6,272,045	133
	Samsung Semiconductor(SSI)	11,365,808	-	201,004	-
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	882	-	-	-
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	1,857,947	336	6,938,589	-
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	1,833,189	-	8,606,353	87
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	345	10,067	2,122,779	10,629
	Samsung India Electronics(SIEL)	1,940,844	300	143,191	-
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	6,188,537	-	-	-
	Samsung Asia Private(SAPL)	1,070,526	-	4,340	-
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDa)	800,608	41	8,665	80
	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	404,604	-	3,898,277	1,510
	Samsung Electronics Slovakia(SESsK)	386,269	-	4,581	-
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	12,097	-	-	-
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	2,417,114	10	6,718	-
	Thai Samsung Electronics(TSE)	1,447,351	-	1,086,911	34
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	2,290,104	-	25,977	-
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	263,811	-	1,062	-
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	2,248,439	-	1,089	-
	Samsung Display Dongguan(SDD)	255,240	-	-	-
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	208,397	-	-	-
	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	385,156	-	44,714	-
	기타	27,212,377	15,342	15,739,801	11,391
	종속기업 계	87,158,811	172,954	49,056,187	23,864

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

(단위: 백만원)

구분	기업명	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	15,952	-	1,053,134	119,930
	삼성전기	4,723	-	835,987	2
	삼성카드	4,915	-	11,000	-
	기타	145,830	3,525	230,034	28,209
	관계기업 및 공동기업 계	171,420	3,525	2,130,155	148,141
그 밖의 특수관계자	삼성물산(*)	4,171	-	46,532	297,130
	삼성SDI	21,548	20	362,337	8,065
	기타	66,745	-	204,248	6,657
	그 밖의 특수관계자 계	92,464	20	613,117	311,852

(*) 제일모직은 당분기 중 삼성물산을 흡수합병 후 사명을 삼성물산으로 변경하였습니다.

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

(2) 전분기

(단위: 백만원)

구분	기업명	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이	608,465	-	1,965,794	1,458
	Samsung Electronics America(SEA)	8,512,186	-	6,500	-
	Samsung (China) Investment(SCIC)	590,408	-	6,951	-
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	1,722	-	-	-
	Samsung Semiconductor(SSl)	9,617,411	-	172,870	-
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	1,594,106	3,272	9,781,356	882
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	294	-	1,761,245	20,769
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	9,606	46,303	268,214	-
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	1,115,550	-	8,744,312	189
	Samsung Telecommunications America(STA)	12,868,616	-	160,965	-
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDa)	1,146,156	-	10,455	-
	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	1,166,889	-	2,366,365	-
	Samsung Asia Private(SAPL)	1,010,137	-	6,793	-
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	4,883,716	-	-	-
	Samsung India Electronics(SIEL)	1,308,359	-	152,191	-
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	469,699	3,086	2,409,548	-
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	3,321,490	-	7,749	-
	Samsung Electronics Slovakia(SESX)	367,459	1	3,701	-
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	5,068	-	-	-
	Thai Samsung Electronics(TSE)	1,349,598	55	1,405,866	-
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	2,231,527	-	866	-
	Samsung International(SII)	577,834	-	4,436,493	2,593
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	179,913	-	796	2
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	2,489,046	-	42,185	-
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	581,373	-	-	-
	기타	34,625,683	6,256	12,524,945	4,224
	종속기업 계	90,632,311	58,973	46,236,160	30,117

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

(단위: 백만원)

구분	기업명	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	18,952	-	1,272,311	134,236
	삼성전기	20,709	110	765,960	-
	삼성카드	6,404	-	13,016	169,049
	기타	230,576	11,080	316,660	41,552
	관계기업 및 공동기업 계	276,641	11,190	2,367,947	344,837
그 밖의 특수관계자	삼성물산(*)	5,143	-	68,703	231,264
	삼성SDI	26,225	324,246	325,570	345,345
	기타	85,487	-	206,660	-
	그 밖의 특수관계자 계	116,855	324,246	600,933	576,609

(*) 제일모직은 당분기 중 삼성물산을 흡수합병 후 사명을 삼성물산으로 변경하였습니다.

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

다. 채권·채무잔액

당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구분	기업명	채권 등	채무 등
종속기업	삼성디스플레이	41,052	154,523
	Samsung Electronics America(SEA)	5,539,571	87,994
	Samsung (China) Investment(SCIC)	51,336	694
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	123,529	320,086
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	550,881	374,851
	Samsung Semiconductor(SSl)	3,843,036	60,688
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	936	-
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	513,530	531,489
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	412,732	992,986
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	4,969	300,437
	Samsung India Electronics(SIEL)	1,275,442	15,836
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	1,735,238	508
	Samsung Asia Private(SAPL)	104,563	14,523
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDa)	164,039	2,253

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

(단위: 백만원)

구분	기업명	채권 등	채무 등
종속기업	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	71,013	545,943
	Samsung Electronics Slovakia(ESK)	209,404	2,890
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	6,188	-
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	709,351	1,533
	Thai Samsung Electronics(TSE)	193,533	116,563
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	543,877	3,362
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	42,868	20
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	219,735	27,083
	Samsung Display Dongguan(SDD)	39,793	-
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	57,445	748
	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	131,649	23,955
	기타	5,759,321	2,174,756
	종속기업 계(*1)	22,345,031	5,753,721
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	3,369	239,830
	삼성전기	292	141,121
	삼성카드	2,271	1,078,949
	기타	61,499	27,470
	관계기업 및 공동기업 계	67,431	1,487,370
그 밖의 특수관계자	삼성물산(*2)	179,792	252,255
	삼성SDI	341	55,841
	기타	13,563	48,623
	그 밖의 특수관계자 계	193,696	356,719

(*1) 상기의 종속기업 채권금액에 대하여 대손충당금 223,450백만원을 계상하고 있으며, 당분기에 인식된 대손상각비는 31,733백만원입니다.

(*2) 제일모직은 당분기 중 삼성물산을 흡수합병 후 사명을 삼성물산으로 변경하였습니다.

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

(2) 전기말

(단위: 백만원)

구분	기업명	채권 등	채무 등
종속기업	삼성디스플레이	66,715	170,584
	Samsung Electronics America(SEA)	2,048,116	83,574
	Samsung (China) Investment(SCIC)	53,257	1,548
	Samsung Semiconductor(SSl)	2,557,253	142,030
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	3,988	-
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	31,386	380,942
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	315,779	233,287
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	19,409	293,235
	Samsung Telecommunications America(STA)	3,387,650	72,413
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	164,206	780,154
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	363,275	150,136
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDa)	206,198	2,707
	Samsung Asia Private(SAPL)	80,995	15,062
	Samsung India Electronics(SIEL)	984,352	56,825
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	1,261,644	686

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

(단위: 백만원)

구분	기업명	채권 등	채무 등
종속기업	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	135,261	362,123
	Samsung Electronics Slovakia(ESK)	33,666	14
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	2,097	-
	Thai Samsung Electronics(TSE)	113,326	101,890
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	236,265	176
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	215,328	35,799
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	28,830	22
	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	506,524	30,296
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	47,032	657
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	122,230	8,119
	기타	6,186,880	2,031,464
	종속기업 계(*1)	19,171,662	4,953,743
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	2,479	319,291
	삼성전기	1,412	145,922
	삼성카드	2,687	783,887
	기타	61,236	75,634
	관계기업 및 공동기업 계	67,814	1,324,734
그 밖의 특수관계자	삼성물산(*2)	164,962	201,693
	삼성SDI	3,674	56,071
	기타	14,139	25,659
	그 밖의 특수관계자 계	182,775	283,423

(*1) 상기의 종속기업 채권금액에 대하여 대손충당금 191,717백만원을 계상하고 있으며, 전기에 인식된 대손상각비는 15,795백만원입니다.

(*2) 제일모직은 당분기 중 삼성물산을 흡수합병 후 사명을 삼성물산으로 변경하였습니다.

25. 특수관계자와의 거래, 계속 :

라. 회사는 당분기 중 Samsung Electronics America 623,315백만원, Samsung Asia Private 110,860백만원, Samsung Electronica da Amazonia 70,137백만원 등 총 923,661백만원(전분기: 총 527,832백만원)을 종속기업에 출자하였으며, 삼성바이오로직스 등 관계기업 및 공동기업에 총 133,600백만원(전분기: 총 551,312백만원)을 추가로 출자하였습니다.

마. 주요 경영진에 대한 보상

당분기 및 전분기 중 회사가 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	6,944	17,865
퇴직급여	420	730
기타 장기급여	6,237	5,353

바. 회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 13 참조).

26. 매각예정분류자산(처분자산집단)

가. 주요 사항

(1) 삼성테크윈 매각

전기 중 회사의 경영진은 보유중인 삼성테크윈주식회사 지분 전부를 주식회사 한화에 매각하기로 결정하였으며, 2015년 6월 중 매각이 완료되었습니다.

(2) 삼성종합화학 매각

전기 중 회사의 경영진은 보유중인 삼성종합화학주식회사 지분 전부를 한화케미칼주식회사 및 한화에너지주식회사에 매각하기로 결정하였으며, 2015년 4월 중 매각이 완료되었습니다.

(3) 광소재 사업 매각

전기 중 회사의 경영진은 광소재 사업을 매각하기로 결정하였으며, 이로 인하여 전기말 현재 해당 사업과 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로 표시되었습니다. 해당 사업은 주요 사업계열이 아니므로 관련 손익은 전기의 중단영업으로 표시되지 않았습니다. 해당 계약은 2014년 12월 2일 체결되었으며, 2015년 3월 중 매각이 완료되었습니다.

26. 매각예정분류자산(처분자산집단), 계속 :

나. 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역

(1) 당분기말

보고기간종료일 현재 매각예정으로 분류한 자산 및 부채는 없습니다.

(2) 전기말

(단위: 백만원)

구 분	금액
매각예정분류자산	
매출채권	49,192
재고자산	5,928
기타유동자산	1,578
유형자산	15,150
투자자산	389,558
기타비유동자산	277
계	461,683
매각예정분류부채	
유동부채	17,740
비유동부채	2,519
계	20,259

26. 매각예정분류자산(처분자산집단), 계속 :

다. 매각예정으로 분류한 기타자본항목의 내역

(1) 당분기말

보고기간종료일 현재 매각예정으로 분류한 기타자본항목은 없습니다.

(2) 전기말

(단위: 백만원)

구 분	금액
매도가능금융자산평가이익	24,750

27. 보고기간 후 사건

가. 회사는 2015년 10월 29일자로 이사회에서 자기주식 취득 및 소각을 결의하였습니다. 취득 예정 주식수는 총 347만주(보통주 223만주, 우선주 124만주)이며, 취득 완료 후 즉시 소각 예정입니다. 취득 종료 예상일은 2016년 1월 29일입니다.

나. 회사는 2015년 10월 30일자로 삼성정밀화학주식회사 지분 전부를 롯데케미칼주식회사에 매각하기로 결정하였으며, 이후 실사를 거쳐 2016년 6월 이내 진행 예정입니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

- 해당사항 없음

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

- 최근 3사업연도내 본사 기준(별도 재무제표 기준) 주요한 합병 내역은 없으며, 종속기업의 주요한 사업결합 및 사업매각 등의 내용은 연결재무제표의 사업결합 주석과 매각예정분류자산(처분자산집단) 주석을 참조하시기 바랍니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

- 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

- 해당사항 없음

나. 대손충당금 설정 현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금	대손충당금 설정률
제47기 3분기	매출채권	28,012,685	381,223	1.4%
	단기대여금	8,490	79	0.9%
	미수금	3,098,359	35,487	1.1%
	선급금	1,784,980	3,717	0.2%
	장기성매출채권	27,678	269	1.0%
	장기성미수금	178,011	1,731	1.0%
	장기성선급금	306,524	793	0.3%
	장기대여금	190,954	1,426	0.7%
	합 계	33,607,681	424,724	1.3%
제46기	매출채권	24,972,069	277,459	1.1%
	단기대여금	9,650	118	1.2%
	미수금	3,549,692	9,817	0.3%
	선급금	1,993,788	4,318	0.2%
	장기성매출채권	35,944	329	0.9%
	장기성미수금	9,419	77	0.8%
	장기성선급금	176,949	793	0.4%
	장기대여금	176,232	1,246	0.7%
	합 계	30,923,743	294,157	1.0%
제45기	매출채권	25,256,002	267,470	1.1%
	단기대여금	33,382	271	0.8%
	미수금	2,907,221	19,819	0.7%
	선급금	1,932,530	4,342	0.2%
	장기성매출채권	36,229	205	0.6%
	장기성미수금	24,384	227	0.9%
	장기성선급금	76,429	792	1.0%
	장기대여금	152,005	36,727	24.2%
	합 계	30,418,182	329,853	1.1%

※ 채권금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.(연결기준)

(2) 대손충당금 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제47기 3분기	제46기	제45기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	294,157	329,853	283,869
2. 순대손처리액(① - ② ± ③)	4,380	49,349	17,833
① 대손처리액(상각채권액)	4,524	50,705	20,393
② 상각채권회수액	144	1,356	2,560
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	134,947	13,653	63,817
4. 기말 대손충당금 잔액합계	424,724	294,157	329,853

※ 연결기준임

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침

1) 대손충당금 설정방침

재무상태표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정

2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거

- 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정

[대손추산액 설정기준]

상황	설정률
분쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소송	75 %
부도	100 %

3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	27,841,103	101,593	82,913	14,754	28,040,363
구성비율	99.3%	0.4%	0.3%	0.1%	100.0%

※ 매출채권잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액임(연결기준)

다. 재고자산 현황

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

부문	사업부문	계정과목	제47기 3분기말	제46기말	제45기말	비고
CE		제품 및 상품	2,237,699	1,946,482	1,927,784	
		반제품 및 재공품	124,922	80,122	73,876	
		원재료 및 저장품	2,181,396	1,566,121	1,435,023	
		미착품	3,035,655	1,694,448	1,689,040	
		소 계	7,579,672	5,287,173	5,125,723	
IM		제품 및 상품	2,405,546	2,210,160	2,896,647	
		반제품 및 재공품	423,417	279,861	333,109	
		원재료 및 저장품	3,273,669	2,751,331	3,363,195	
		미착품	784,363	488,877	1,026,147	
		소 계	6,886,995	5,730,229	7,619,098	
DS	반도체	제품 및 상품	1,541,442	777,450	1,219,189	
		반제품 및 재공품	5,137,524	3,677,543	3,022,125	
		원재료 및 저장품	627,216	419,398	351,646	
		미착품	112,241	121,477	89,670	
		소 계	7,418,423	4,995,868	4,682,630	
	DP	제품 및 상품	377,648	409,516	553,108	
		반제품 및 재공품	319,240	244,324	443,611	
		원재료 및 저장품	301,408	281,223	328,955	
		미착품	53,678	55,176	4,988	
		소 계	1,051,974	990,239	1,330,662	
	DS 계	제품 및 상품	1,961,202	1,228,783	1,810,852	
		반제품 및 재공품	5,628,930	4,105,675	3,663,346	
		원재료 및 저장품	973,010	750,929	726,455	
		미착품	169,366	178,218	98,897	
		소 계	8,732,508	6,263,605	6,299,550	
총 계		제품 및 상품	7,110,111	5,773,448	7,429,350	
		반제품 및 재공품	6,157,553	4,465,071	4,070,266	
		원재료 및 저장품	7,936,699	5,957,006	6,809,112	
		미착품	1,636,706	1,121,979	826,140	
		소 계	22,841,069	17,317,504	19,134,868	
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]			9.3%	7.5%	8.9%	
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고 + 기말재고)÷2}]			6.3회	7.0회	7.5회	

(2) 재고자산의 실사내역 등

1) 실사일자

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점인 11월말과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인함.

2) 실사방법

- 사내보관재고 : 폐창식 전수조사 실시
※ 반도체 및 DP 라인재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
- 사외보관재고
제3자 보관재고, 운송 중인 재고에 대해선 전수로 물품보유확인서 또는 장치확인서 징구 및 표본조사 병행
- 외부감사인인 당사의 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인함.

(3) 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2015년 3분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가총당금	당분기말잔액	비 고
제품 및 상품	7,285,098	7,285,098	174,987	7,110,111	
반제품 및 재공품	6,542,848	6,542,848	385,295	6,157,553	
원재료 및 저장품	8,254,137	8,254,137	317,438	7,936,699	
미착품	1,636,706	1,636,706	-	1,636,706	
합 계	23,718,789	23,718,789	877,720	22,841,069	

※ 연결기준입니다.

라. 공정가치평가 방법 및 내역

(1) 평가방법

[금융자산]

- 분류

당사는 금융자산을 그 취득목적과 성격에 따라 당기손익인식금융자산과 대여금 및 수취채권, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산으로 분류하고 있습니다. 경영진은 최초 인식시점에서 이러한 금융상품의 분류를 결정하고 있습니다.

1) 당기손익인식금융자산

당기손익인식금융자산은 단기매매목적의 금융상품입니다. 당사는 주로 단기간 내에 매각할 목적으로 취득한 금융상품을 당기손익인식금융자산으로 분류합니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매목적으로 분류합니다. 당기손익인식금융자산은 유동자산으로 분류하고 있습니다.

2) 대여금 및 수취채권

대여금 및 수취채권은 지급금액이 확정되었거나 결정가능하며 활성시장에서 거래되지 않는 비파생금융자산입니다. 보고기간말 기준으로 만기가 12개월을 초과하는 경우에는 비유동자산으로 분류하며 이외의 경우 유동자산으로 분류하고 있습니다.

3) 매도가능금융자산

매도가능금융자산은 매도가능금융자산으로 지정하거나, 다른 범주에 포함되지 않은 비파생 금융상품입니다. 매도가능금융자산은 보고기간말 기준으로 12개월 이내에 만기가 도래하거나 경영진이 처분할 의도가 있는 경우가 아니면 비유동자산으로 분류됩니다.

- 인식과 측정

금융자산의 정형화된 매매거래는 매매일에 인식됩니다. 금융자산은 최초 인식시점에 공정가치로 측정하며, 거래원가는 당기손익인식금융자산을 제외한 금융자산은 공정가치에 가산하고 당기손익인식금융자산의 경우에는 당기비용으로 처리됩니다. 최초 인식 이후 매도가능금융자산과 당기손익인식금융자산은 후속적으로 공정가치로 측정되고, 대여금 및 수취채권과 만기보유금융자산은 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정됩니다.

당기손익인식금융자산의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식되고, 매도가능금융자산의 공정가치변동은 기타포괄손익에 계상되어 이를 처분하거나 손상을 인식하는 때자본에서 당기손익으로 재분류됩니다.

유효이자율법을 적용하여 계산한 매도가능금융자산 및 만기보유금융자산의 이자는 금융수익으로 손익계산서에 인식되며 매도가능금융자산의 배당금은 당사의 배당금 수취 권리가 확정되는 시점에 기타수익으로 인식하고 있습니다.

- 금융상품의 상계

금융자산과 금융부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계 권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할의도를 가지고 있는 경우 상계되고 재무상태표에 순액으로 표시됩니다.

- 금융상품의 제거

당사는 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식하고 있습니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 "차입금"으로 분류됩니다.

- 금융자산의 손상

당사는 금융자산 또는 금융자산 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고 기간말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다.

대여금및수취채권의 손상은 대손충당금 계정으로 차감표시되며, 그 외의 금융자산은장부금액에서 직접 차감됩니다. 당사는 금융자산을 더 이상 회수 하지 못할 것으로 판단되는 때에 해당 금융자산을 제각하고 있습니다.

당사가 금융자산이 손상되었다는 객관적인 증거에는 금융자산의 발행자나 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움, 이자지급이나 원금상환의 연체, 재무적 어려움으로 당해 금융자산에 대한 활성시장의 소멸 등이 포함됩니다. 또한, 매도가능지분상품의 공정가치가 원가로부터 20% 이상 하락하거나 6개월 이상 지속적으로 하락하는 경우는 손상의 객관적인 증거에 해당됩니다.

[금융부채]

- 분류 및 측정

당기손익인식금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다.

당기손익인식금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채를 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있으며, 재무상태표 상 "매입채무", "차입금" 및 "기타금융부채" 등으로 표시됩니다.

- 제거

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품

- 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	계
현금및현금성자산	-	23,608,377	-	23,608,377
단기금융상품	-	40,895,407	-	40,895,407
단기매도가능금융자산	-	-	5,220,977	5,220,977
매출채권	-	27,631,463	-	27,631,463
장기매도가능금융자산	-	-	8,628,872	8,628,872
기타	67,000	3,484,301	-	3,551,301
계	67,000	95,619,548	13,849,849	109,536,397

(단위 : 백만원)

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	계
매입채무	-	9,842,913	-	9,842,913
단기차입금	-	2,423,299	8,879,800	11,303,099
미지급금	-	7,672,000	-	7,672,000
유동성장기부채	-	46,910	-	46,910
사채	-	1,458,885	-	1,458,885
장기차입금	-	78,001	-	78,001
장기미지급금	-	2,214,367	-	2,214,367
기타	44,643	8,817,145	-	8,861,788
계	44,643	32,553,520	8,879,800	41,477,963

2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	계
현금및현금성자산	-	16,840,766	-	16,840,766
단기금융상품	-	41,689,776	-	41,689,776
단기매도가능금융자산	-	-	3,286,798	3,286,798
매출채권	-	24,694,610	-	24,694,610
장기매도가능금융자산	-	-	12,667,509	12,667,509
기타	48,360	4,614,560	100,051	4,762,971
계	48,360	87,839,712	16,054,358	103,942,430

(단위 : 백만원)

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	계
매입채무	-	7,914,704	-	7,914,704
단기차입금	-	3,367,915	4,661,384	8,029,299
미지급금	-	9,258,344	-	9,258,344
유동성장기부채	-	1,778,667	-	1,778,667
사채	-	1,355,882	-	1,355,882
장기차입금	-	101,671	-	101,671
장기미지급금	-	2,520,277	-	2,520,277
기타	78,348	11,395,781	-	11,474,129
계	78,348	37,693,241	4,661,384	42,432,973

(3) 공정가치 평가

- 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	23,608,377	(*)	16,840,766	(*)
단기금융상품	40,895,407	(*)	41,689,776	(*)
단기매도가능금융자산	5,220,977	5,220,977	3,286,798	3,286,798
매출채권	27,631,463	(*)	24,694,610	(*)
장기매도가능금융자산(*2)	8,628,872	8,211,414	12,667,509	12,272,756
기타	3,551,301	3,530,398	4,762,971	4,725,263
소 계	109,536,397		103,942,430	
금융부채				
매입채무	9,842,913	(*)	7,914,704	(*)
단기차입금	11,303,099	(*)	8,029,299	(*)
미지급금	7,672,000	(*)	9,258,344	(*)
유동성장기부채	46,910	(*)	1,778,667	(*)
사채	1,458,885	1,488,220	1,355,882	1,377,113
장기차입금	78,001	61,846	101,671	82,271
장기미지급금	2,214,367	2,256,516	2,520,277	2,606,179
기타	8,861,788	(*)	11,474,129	(*)
소 계	41,477,963		42,432,973	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 금액(당분기: 417,458백만원, 전기: 394,753백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

- 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	5,220,977	-	5,220,977
장기매도가능금융자산(*)	4,889,610	33,379	3,288,425	8,211,414
기타	-	66,160	840	67,000
(2) 부 채				
기타	-	44,643	-	44,643

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	1,016,878	2,269,920	-	3,286,798
장기매도가능금융자산(*)	5,776,836	3,050,338	3,445,582	12,272,756
기타	-	45,898	102,513	148,411
(2) 부 채				
기타	-	78,348	-	78,348

(*) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 금액(당분기: 417,458백만원, 전기: 394,753백만원)이 제외되어 있습니다.

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정

보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

당사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

- 가치평가기법 및 투입변수

당사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채등에 대하여 미래 현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
장기매도가능금융자산				
태원전기산업	17,094	현금흐름할인법	영구성장율	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.76%~9.76%(8.76%)
삼성벤처투자	6,586	현금흐름할인법	영구성장율	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.74%~9.74%(8.74%)
Corning Incorporated 전환우선주	2,871,758	상항모형	위험 할인율	5.46%~7.46%(6.46%)
			가격 변동성	29.8%~35.8%(32.8%)
파생상품				
내재파생(전환권 등)	840	이항모형	할인율	3.31%~7.44%(5.22%)
			주가 변동성	15.84%~22.28%(18.93%)

- Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	3,548,095	493,378
매입	77,227	2,498,800
매도 등	(123,798)	(10,871)
당기손익으로 인식된 손익	(11,230)	(14,518)
기타포괄손익으로 인식된 손익	(195,051)	192,453
기타	(5,978)	(41,731)
분기말	3,289,265	3,117,511

- Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과 (기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본

장기매도가능금융자산(*1)	-	247,116	-	(216,189)
내재파생(전환권 등)(*2)	262	262	(261)	(261)
계	262	247,378	(261)	(216,450)

(*1) 전환우선주는 주요 관측불가능한 투입변수인 변동성(29.8%~35.8%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써, 기타 지분증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(*2) 주식 관련 파생상품은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 주가와 변동률 사이의 상관관계를 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(4) 유형자산 재평가내역

- 당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다.

마. 채무증권 발행실적 등

채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자	회사채	공모	1997.10.02	119,450	7.7	A+(S&P), A1(Moody's)	2027.10.01	일부상환	골드만삭스 외
SEA	회사채	공모	2012.04.10	1,194,500	1.8	A+(S&P), A1(Moody's)	2017.04.10	미상환	골드만삭스 외
삼성디스플레이	회사채	공모	2011.11.17	200,000	4.2	AA+(한국신용평가)	2016.11.17	미상환	SK증권
Simpress(*)	회사채	사모	2011.09.14	14,715	14.5	-	2016.09.14	상환	ITAU UNIBANCO S.A.
Simpress(*)	회사채	사모	2013.08.06	17,657	15.0	-	2018.08.06	상환	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
합 계	-	-	-	1,546,322	-	-	-	-	-

(*) Simpress 회사채는 조기 상환하여 분기말 현재 미상환 잔액은 없습니다.

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2015년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US\$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	119,450	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.
재무비율 유지현황	계약내용	해당 없음			
	이행현황	해당 없음			
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만			
	이행현황	계약내용 이행 中			
자산처분 제한현황	계약내용	자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함			
	이행현황	계약내용 이행 中			
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당 없음			

※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(SEA)

(작성기준일 : 2015년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US\$1,000,000,000 1.75% Notes	2012.04.10	2017.04.10	1,194,500	2012.04.10	Citi Bank,.N.A., London branch
재무비율 유지현황	계약내용	해당 없음			
	이행현황	해당 없음			
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의10% 미만			
	이행현황	계약내용 이행 中			
자산처분 제한현황	계약내용	보증인이 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함			
	이행현황	계약내용 이행 中			
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당 없음			

※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, Citi Bank,N.A., London branch는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성디스플레이)

(작성기준일 : 2015년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
삼성디스플레이㈜ 제2-2회 무보증사채	2011.11.17	2016.11.17	200,000	2011.11.09	SK증권(주)
재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하유지			
	이행현황	계약내용 이행 中 (20%)			
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내			
	이행현황	계약내용 이행 中 (0.3%)			
자산처분 제한현황	계약내용	회계연도內 1조원이상의 자산 순감소			
	이행현황	계약내용 이행 中			
이행상황보고서 제출현황	이행현황	계약내용 이행 中 (2015-11-16)			

※ 사채관리계약 체결일은 사채모집위탁계약 체결일로서, SK증권(주)는 사채모집수탁회사의 지위에 있습니다.

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	5,973	1,400,473	5,973	5,973	5,973	29,863	17,918	1,472,143
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	5,973	1,400,473	5,973	5,973	5,973	29,863	17,918	1,472,143

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(삼성전자)

(기준일 : 2015년 9월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	5,973	5,973	5,973	5,973	5,973	29,863	17,918	77,643
	합계	5,973	5,973	5,973	5,973	5,973	29,863	17,918	77,643

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(SEA)

(기준일 : 2015년 9월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	1,194,500	-	-	-	-	-	1,194,500
	합계	-	1,194,500	-	-	-	-	-	1,194,500

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(삼성디스플레이)

(기준일 : 2015년 9월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000
	합계	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

삼일회계법인은 당사의 제45기, 제46기 감사 및 제47기 3분기 검토를 수행하였고, 감사관련하여 제45기, 제46기 감사의견은 모두 적정이며 제47기 3분기 검토결과 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 당사의 종속회사는 제47기 3분기말 현재 157개이며, 당기 중에 Samsung Electronics Hong Kong (SEHK) 외 2개 법인은 외부감사인을 PwC로 변경하였습니다. 제47기 3분기에 신규 설립 또는 지분인수된 종속회사는 현재 감사인 선임 과정 중에 있습니다. 회계감사인의 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제47기 3분기(당기)	삼일회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음
제46기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음
제45기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 분·반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

<제47기 분·반기 검토일정>

구 분		일정
1분기	사전검토	2015.03.09 ~ 2015.03.27
	본검토	2015.04.07 ~ 2015.05.11
반기	사전검토	2015.06.08 ~ 2015.06.26
	본검토	2015.07.07 ~ 2015.08.07
3분기	사전검토	2015.09.07 ~ 2015.09.25
	본검토	2015.10.07 ~ 2015.11.12

※ 상기 일정은 별도·연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간
제47기 3분기	삼일회계법인	별도 및 연결 분·반기 재무제표 검토	1,806	20,763
제46기 (전기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	3,690	43,411
제45기 (전전기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	3,840	44,702

당사의 감사인인 삼일회계법인은 회계감사 용역 외에 하기 내용의 비감사용역을 수행하였으며, 당사는 용역의 대가로 제47기 3분기에 503백만원을 지급하였습니다.

[비감사용역 계약체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수	비고
제47기 3분기	2014년 6월	법인설립 및 인수, 분할 관련 자문업무	2015.01~2015.09	503	
	소 계			503	
제46기	2013년 9월	법인설립 및 인수, 분할 관련 자문업무	2014.01~2014.12	1,161	
	2013년 8월	관세 등 관련 자문업무	2014.01~2014.12	533	
	2013년 10월	프로세스 개선 자문업무	2014.01~2014.12	996	
		기타		297	
	소 계			2,987	
제45기	2012년 11월	법인설립 및 인수, 분할 관련 자문업무	2013.01~2013.12	2,466	
	2012년 08월	관세 등 관련 자문업무	2013.01~2013.12	2,272	
	2012년 06월	프로세스 개선 자문업무	2013.01~2013.12	1,896	
		기타		1,573	
	소 계			8,207	

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2015년 3분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(권오현, 윤부근, 신종균, 이상훈)과 사외이사 5인(이인호, 김한중, 송광수, 이병기, 김은미), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다.
이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, CSR위원회 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결	사외이사				
			여부	이인호	김한중	송광수	이병기	김은미
1차	'15.01.29	① 2014년(제46기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		② 2015년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		③ 신기술사업투자조합 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 ③ 환경안전연구회 연구결과 보고의 건						
2차	'15.02.13	① 제46기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		② 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 - 제1호 : 제46기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사외이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사외이사 김한중 선임의 건 제2-1-2호 : 사외이사 이병기 선임의 건 ·제2-2호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건						
		③ 사회공헌 기부금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3차	'15.03.13	※ 보고사항 ① 준법점검결과 보고의 건 ② 기업생태계발전연구회 제안사항 검토결과 보고의 건						
		① 대표이사 선임 및 이사 업무위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		② 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	'15.04.29	① 2015년(제47기) 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 승인 의 건 ② 학교법인 성균관대학 기부금 출연의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
5차	'15.07.30	① 2015년(제47기) 상반기 재무제표, 반기보고서 및 중간배당 승인의 건 ② 손해보험 가입의 건 ③ 2015년도 대규모 상품·용역거래 변경 승인의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
6차	'15.08.28	① 삼성정밀화학 소유자산 인수계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사회내의 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고
경영위원회	사내이사 4명	권오현, 윤부근, 신종균, 이상훈	하단 기재내용 참조	
내부거래위원회	사외이사 3명	이인호, 김한중, 송광수	하단 기재내용 참조	
보상위원회	사외이사 3명	송광수, 이인호, 이병기	하단 기재내용 참조	
CSR위원회	사외이사 5명	이병기, 이인호, 김한중, 송광수, 김은미	하단 기재내용 참조	

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2015년 3분기말 기준입니다.

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

- 설치목적 : 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.
경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항

경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함

1. 경영일반에 관한 사항

- 1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
- 2) 주요 경영전략
- 3) 사업계획·사업구조 조정 추진
- 4) 해외 지점·법인의 설치, 이전 및 철수
- 5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
- 6) 국내외 자회사 매입 또는 매각
- 7) 기타 주요 경영현황
- 8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
- 9) 지배인의 선임 또는 해임
- 10) 최근사업년도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
- 11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
- 12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
- 13) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기
- 14) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
- 15) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는
공급계약 체결 또는 해지

- 16) 조직의 운영에 관한 기본원칙
- 17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
- 18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
- 19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
- 20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정
- 21) 건별 500억원 이상의 기부금. 단, 특수관계인 기부는 10억원 이상 50억원 미만

2. 채무 등에 관한 사항

- 1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분
- 2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자
- 3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는 신규 채무보증(기간 연장은 제외함)
 - 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함.
 - 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외함.
- 4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)
- 5) 내부거래의 승인
내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 10억원 이상 50억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)
- 6) 사채발행
- 7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로 인한 경우에 한함
- 8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

□ 내부거래위원회

- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항
 - o 내부거래 보고 청취권
계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음
※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
 - o 내부거래 직권조사 명령권
 - o 내부거래 시정조치 건의권

□ 보상위원회

- 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함
- 권한사항
 - o 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
 - o 등기이사에 대한 보상체계
 - o 기타 이사회에서 위임한 사항

□ CSR위원회

- 설치목적 : 기업의 사회적 책임을 다하고 공익에 이바지하기 위함
- 권한사항
 - o 회사의 사회공헌과 연관된 사항
 - o 위원회 산하 연구회 신설, 연구위원 선임 및 연구회 기본 운영방안 등
 - o 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명 출석을 및 찬반여부
경영 위원회	'15.01.14	① 해외법인 증자의 건 ② 지분 인수 건 ③ 보험 가입의 건	가결 가결 가결	해당사항 없음 (전원 사내이사로 구성)
	'15.01.28	① 지분 인수 건 ② 자산 이관의 건	가결 가결	
	'15.02.11	① 지분 인수 건	가결	
	'15.03.11	① 메모리 투자의 건 ② 임대차 계약 체결의 건	가결 가결	
	'15.04.29	① 경영위원회 위원장 선임의 건 ② 반도체 라인 공사 등의 건 ③ 연구동 신축의 건 ④ 기부금 출연의 건 ⑤ 책임보험 가입의 건	가결 가결 가결 가결 가결	
	'15.05.13	① 메모리 투자 및 법인 증자의 건	가결	
	'15.06.03	① 연수원 건립의 건 ② 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결 가결	
	'15.07.30	① 자회사 청산의 건 ② 자산 매각의 건 ③ 대구창조경제단지 건립 투자의 건	가결 가결 가결	
	'15.09.13	① 반도체 퇴직자 관련 임금 조성의 건 ② 조립보험 신규 가입의 건 ③ 소재단지 관련 임대차 계약 체결의 건 ④ 러시아 해외법인 통합의 건	가결 가결 가결 가결	

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
				이인호 (출석률:100%)	김한중 (출석률:80%)	송광수 (출석률:100%)
				찬 반 여 부		
내부거래 위원회	'15.01.28	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 신기술사업투자조합 가입의 건 - '14년 4분기 내부거래 현황 보고	- - -	- - -	- - -	- - -
	'15.02.13	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 기부금 출연의 건	- -	- -	- -	- -
	'15.04.28	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 학교법인 성균관대 기부금 출연의 건 - '15년 1/4분기 내부거래 현황 보고	- - -	- - -	- - -	- - -

	'15.07.29	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 손해보험 가입의 건 2) 2015년 대규모 상품·용역거래 변경 승인의 건 - '15년 2/4분기 내부거래 현황 보고	-	-	(불참)	-
	'15.08.28	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 삼성정밀화학 소유자산 인수계약의 건	-	-	-	-

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
				송광수 (출석률:100%)	이인호 (출석률:100%)	이병기 (출석률:100%)
				찬 반 여 부		
보상 위원회	'15.02.11	- 이사보수한도 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

□ CSR위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명				
				이병기 (출석률:100%)	이인호 (출석률:100%)	김한중 (출석률:100%)	송광수 (출석률:100%)	김은미 (출석률:100%)
				찬 반 여 부				
CSR위원회	'15.01.29	- 환경안전연구회 연구결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-
	'15.04.29	- 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 기업생태계발전연구회 제2기 운영의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'15.07.30	- 사회공헌활동 추진현황 보고의 건	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성

① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
사내이사 (대표이사)	권오현	이사회	이사회 의장 DS부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음
사내이사 (대표이사)	윤부근	이사회	CE부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음
사내이사 (대표이사)	신종균	이사회	IM부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음
사내이사	이상훈	이사회	전사 경영지원업무 총괄	해당없음	해당없음
사외이사	이인호	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	김한중	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	송광수	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	이병기	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	김은미	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2015년 3분기말 기준입니다.

② 사외이사후보 추천위원회

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3인(김한중, 이병기, 김은미)과 사내이사 1인(권오현)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

③ 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2015년 3분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고
이인호	- 신한은행 고문 (2009~2011) - 신한금융지주회사 대표이사 사장 (2005~2009) - 신한은행 은행장 (1999~2003)	사외이사
김한중	- 연세대학교 의과대학 명예교수 (2012~현재) - 연세대학교 총장 (2008~2012) - 연세대학교 의과대학 교수 (1982~2012)	사외이사
송광수	- 김&장 법률사무소 고문 (2007~현재) - 제33대 대검찰청 검찰총장 (2003~2005) - 대구고등검찰청 검사장 (2002~2003)	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계·재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

본 보고서 제출일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명		
				이인호	김한중	송광수

				(출석률:100%)	(출석률:75%)	(출석률:100%)
				찬 반 여 부		
감사 위원회	'15.01.28	- 제46기 재무제표 및 영업보고서 보고	-	-	-	-
		- '14년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
		- '14년 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고	-	-	-	-
		- '14년 감사실적 보고	-	-	-	-
	'15.02.13	- 제46기 정기주주총회 부의 의안 검토	-	-	-	-
		- '14년 내부감시장치 가동현황 보고	-	-	-	-
	'15.04.28	- 제47기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고	-	-	-	-
		- '15년 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고	-	-	-	-
	'15.07.29	- 제47기 상반기 재무제표 및 반기보고서 보고	-	-	(불참)	-
		- '15년 2/4분기 비감사업무 수행 검토 보고	-	-		-
		- '15년 상반기 감사실적 보고	-	-		-

라. 준법지원인에 관한 사항

1. 준법지원인	성명	지재완
	나이	만58세
	최종학력	Illinois, Urbana-Champaign(UIUC) 법학박사(JD)
	현직	삼성전자 법무실 준법지원팀장 ('13.12~)
	주요경력	'04.01 : 삼성SDI 경영기획실 법무팀장 상무대우 '08.05 : 삼성SDI 법무팀장 전무대우 '11.12 : 삼성전자 IP센터 라이선싱팀장 부사장
2. 이사회 결의일		2014.01.24.
3. 결격요건		해당사항 없음
4. 기타		해당사항 없음

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

다음은 기초 및 기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다.

(기준일 : 2015년 09월 30일)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
이건희	본인	보통주	4,985,464	3.38	4,985,464	3.38	-
이건희	본인	우선주	12,398	0.05	12,398	0.05	-
삼성물산(舊 삼성물산)	특수관계인	보통주	5,976,362	4.06	0	0.00	제일모직이 흡수합병
삼성물산(舊 제일모직)	특수관계인	보통주	0	0.00	5,976,362	4.06	舊 삼성물산 흡수합병 후 사명 변경
삼성복지재단	특수관계인	보통주	89,683	0.06	89,683	0.06	-
삼성문화재단	특수관계인	보통주	37,615	0.03	37,615	0.03	-
홍라희	특수관계인	보통주	1,083,072	0.74	1,083,072	0.74	-
이재용	특수관계인	보통주	840,403	0.57	840,403	0.57	-
삼성생명	특수관계인	보통주	10,622,814	7.21	10,622,814	7.21	-
삼성생명	특수관계인	우선주	879	0.00	879	0.00	-
삼성생명(특별계정)	특수관계인	보통주	486,926	0.33	493,293	0.33	장내매매
삼성생명(특별계정)	특수관계인	우선주	52,332	0.23	45,086	0.20	장내매매
삼성화재	특수관계인	보통주	1,856,370	1.26	1,856,370	1.26	-
권오현	특수관계인	보통주	3,000	0.00	3,000	0.00	-
이상훈	특수관계인	보통주	1,473	0.00	1,473	0.00	-
계		보통주	25,983,182	17.64	25,989,549	17.64	-
		우선주	65,609	0.29	58,363	0.26	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2015년 반기말 기준 정용진 주주의 보유주식수는 245,000주입니다.
특정주주의 보유 주식수에 대한 투자자의 이해제고 차원에서 참고사항으로 기재합니다.

[최대주주 관련 사항]

- 최대주주 : 이건희
- 경력(최근 5년간) : 삼성전자 회장 (2010.3 ~)
 전국경제인연합회 부회장 (1987 ~)
 국제올림픽위원회 위원 (1996 ~)

- 최대주주 변동현황

당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

2. 주식의 분포현황

최근 주주명부폐쇄일인 2015년 반기말 현재 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 06월 30일)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	국민연금공단	12,064,074	8.19	-
	삼성생명	11,105,480	7.54	-
우리사주조합		-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2015년 6월 30일자 기준입니다.

※ 삼성생명 소유주식수 및 지분율은 특별계정 포함 기준입니다.

3. 소액주주현황

[2015년 6월 30일 현재]

(단위 : 명, 주, %)

구 분	주 주		보유주식		비 고
	주주수	비 율	주식수	비 율	
소액주주	115,972	99.93	82,230,608	55.83	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주
전 체	116,053	100.00	147,299,337	100.00	

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2015년 6월 30일자 기준입니다.

※ 보통주(의결권 있는 주식) 기준입니다.

4. 주식사무

<p>정관상 신주인수권의 내용</p>	<ol style="list-style-type: none"> 본 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 제 8조 제6항에서 정하는 바에 따라 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생 하였을 경우에는 이사회 결의에 따라 이를 처리한다. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. <ol style="list-style-type: none"> 증권거래법등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 증권거래법등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 증권거래법등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 제11조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 제11조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입 등을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 증권거래법시행령 제84조의 5의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. <p>☞(주) 제8조 6항</p> <p>본 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다.</p> <p>다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.</p> <p>☞ (주) 제11조의 3 (일반공모증자)</p> <ol style="list-style-type: none"> 본 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 증권거래법 제189조의 3의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행할 수 있다. 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 증권거래법시행령 제84조의 5의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다. <p>☞ (주) 제11조의 4 (주식매수선택권)</p> <ol style="list-style-type: none"> 본 회사는 임·직원(증권거래법 제189조의4 제1항에서 규정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 증권거래법이 허용하는 한도내에서 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의한 주식매수선택권을
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 관계법령이 정하는 한도까지 임·직원(본 회사의 이사를 제외한다)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임·직원으로하되 관계법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임·직원은 제외한다.</p> <p>3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다.</p> <p>4. 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관계법령에서 허용하는 한도까지로 한다.</p> <p>5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년 이내에서 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회의 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다.</p> <p>단, 이 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 관계법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다.</p> <p>6. 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관계법령 및 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되, 관계법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다.</p> <p>7. 다음 각호에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <p>1. 임·직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우</p> <p>2. 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우</p> <p>3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우</p>			
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내
주주명부폐쇄기간			1월 1일부터 1개월 間
주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000(8종)		
명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23		
주주의 특전	없음	공고게재신문	중앙일보

5. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류			'15.4월	5월	6월	7월	8월	9월
보통주	주가	최 고	1,490,000	1,400,000	1,341,000	1,305,000	1,182,000	1,190,000
		최 저	1,366,000	1,307,000	1,254,000	1,185,000	1,067,000	1,085,000
		평 균	1,443,318	1,341,889	1,283,955	1,251,522	1,122,500	1,130,450
	거래량	최고(일)	381,798	347,615	388,239	399,794	558,952	458,936
		최저(일)	125,403	144,212	127,418	128,928	114,450	132,721
		월 간	4,966	3,852	4,778	5,356	6,362	5,219
우선주	주가	최 고	1,166,000	1,111,000	1,060,000	1,001,000	920,000	940,000
		최 저	1,051,000	1,018,000	975,000	919,000	821,000	861,000
		평 균	1,119,136	1,053,667	1,007,727	953,739	877,650	910,800
	거래량	최고(일)	91,094	85,288	50,853	75,018	81,508	392,632
		최저(일)	7,659	10,942	7,384	11,025	16,578	21,642
		월 간	685	475	529	729	851	1,549

※ 월간 거래량은 천주 단위임

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 런던 증권거래소(보통주)]

(단위 : \$, 원, DR)

종 류			'15.4월	5월	6월	7월	8월	9월
보통주	주가	최 고	681.50	653.00	599.50	582.50	511.50	502.00
		(₩환산)	745,152	697,469	663,047	651,410	596,000	587,189
		최 저	634.00	592.00	560.50	507.00	445.60	456.20
		(₩환산)	681,233	655,936	625,630	591,314	531,155	539,685
		평 균	662.75	617.97	578.16	546.98	477.41	473.40
	거래량	최고(일)	124,206	68,441	86,564	92,544	126,153	129,480
		최저(일)	13,476	10,402	14,240	13,453	10,278	7,730
		월 간	821	769	742	746	834	665

※ 월간 거래량은 천DR 단위임

※ 원화 환산 주가는 거래일 종가 원/달러 환율 기준, 원주 1주당 2DR

[증권거래소명 : 룩셈부르크 증권거래소(우선주)]

(단위 : \$, 원, DR)

종 류			'15.4월	5월	6월	7월	8월	9월
우선주	주가	최 고	529.50	510.00	475.20	445.90	395.00	400.00
		(₩환산)	576,996	545,445	525,571	498,739	460,254	471,760
		최 저	492.20	466.50	438.90	390.80	344.40	363.30
		(₩환산)	546,047	508,438	489,417	455,790	411,420	429,784
		평 균	512.67	481.94	453.24	415.20	373.80	379.43
	거래량	최고(일)	61,134	13,986	35,559	23,651	58,797	60,338
		최저(일)	1,613	1,137	1,222	609	1,543	929
		월 간	244	106	170	136	278	233

※ 월간 거래량은 천DR 단위임

※ 원화 환산 주가는 거래일 종가 원/달러 환율 기준, 원주 1주당 2DR

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2015년 09월 30일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식		
권오현	남	1952.10	대표이사	등기임원	상근	이사회 의장 DS부문 경영전반 총괄	삼성전자 DS부문장	3,000	0	43개월	2018.03.15
윤부근	남	1953.02	대표이사	등기임원	상근	CE부문 경영전반 총괄	삼성전자 CE부문장	0	0	31개월	2016.03.14
신종균	남	1956.01	대표이사	등기임원	상근	IM부문 경영전반 총괄	삼성전자 IM부문장	0	0	31개월	2016.03.14
이상훈	남	1955.06	사내이사	등기임원	상근	전사 경영지원업무 총괄	삼성전자 경영지원실장	1,473	0	31개월	2016.03.14
이인호	남	1943.11	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	(전)신한은행 은행장	0	0	67개월	2016.03.14
김한중	남	1948.11	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	(전)연세대학교 총장	0	0	43개월	2018.03.15
송광수	남	1950.01	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	김·장 법률사무소 고문	0	0	31개월	2016.03.14
이병기	남	1951.05	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교 전기정보공학부 교수	0	0	43개월	2018.03.15
김은미	여	1958.09	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	이화여자대학교 국제대학원 원장	0	0	31개월	2016.03.14

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자		겸 직 회 사	
성 명	직 위	회사명	직 위
송광수	사외이사	(주)두산	사외이사

다. 미등기임원

성명	직위	출생년월	성별	담당업무	약력	학력
이건희	회장	1942.01	남	회장	대표이사 회장	서울대(博士)
최지성	부회장	1951.02	남	미래전략실장	삼성전자 대표이사	서울대
박근희	부회장	1953.10	남	삼성사회봉사단장	삼성생명 대표이사	청주대
이재용	부회장	1968.06	남	부회장	CCO	Harvard Univ.(博士)수료
윤순봉	사장	1956.02	남	삼성생명공익재단 대표이사	삼성석유화학 대표이사	홍익대(博士)
장원기	사장	1955.02	남	중국본사장	LCD사업부장	연세대(碩士)
장충기	사장	1954.01	남	미래전략실차장	기획홍보팀장	서울대
최외홍	사장	1952.12	남	그룹스포츠팀무총괄	삼성벤처투자 대표이사	성균관대(博士)
김기남	사장	1958.04	남	반도체총괄	삼성디스플레이 대표이사	Univ. of California, LA(博士)
김상균	사장	1958.07	남	법무실장	준법경영실장	서울대
김석	사장	1954.03	남	삼성사회공헌위원	삼성증권 대표이사	서울대
박상진	사장	1953.03	남	대외협력담당	SDI 대표이사	서울대
조수인	사장	1957.01	남	의료기기사업부장	삼성디스플레이 OLED사업부장	아주대(碩士)
김종중	사장	1956.07	남	미래전략실 전략1팀장	삼성정밀화학 대표이사	고려대
이인용	사장	1957.03	남	커뮤니케이션팀장	미래전략실 커뮤니케이션팀장	서울대
홍원표	사장	1960.02	남	글로벌마케팅실장	Media Solution센터장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)
김영기	사장	1962.01	남	네트워크사업부장	네트워크 신규사업개발팀장	Univ. of Southern California(博士)
김종호	사장	1957.06	남	글로벌기술센터장	무선 Global제조센터장	숭실대
김현석	사장	1961.01	남	CE부문 VD사업부장	영상디스플레이 개발팀장	Portland State Univ.(碩士)
전영현	사장	1960.12	남	DS부문 반도체총괄 메모리사업부장	메모리 DRAM개발실장	한국과학기술원(博士)
김수목	부사장대우	1964.05	남	법무팀 담당임원	법무실 담당임원	서울대
성열우	부사장대우	1959.02	남	법무팀장	법무실 담당임원	서울대
이종석	부사장	1963.04	남	북미총괄	동남아총괄	Cornell Univ.(碩士)
김기호	부사장	1958.08	남	프린팅솔루션사업부장	DMC연구소장	Univ. of Texas, Austin(博士)
안승호	부사장대우	1959.07	남	법무실 IP센터장	종합기술원 IP전략팀장	Santa Clara Univ.(博士)
정현호	부사장	1960.03	남	미래전략실 인사지원팀장	미래전략실 경영진단팀장	Harvard Univ.(碩士)
조준형	부사장대우	1960.08	남	법무실 법무팀장	CEO 보좌역	동아대
최병석	부사장	1958.01	남	상생협력센터장	LCD 지원팀장	경북대
김상우	부사장대우	1961.10	남	구주총괄 법무지원팀장	준법지원팀장	Columbia Univ.(碩士)
박재순	부사장	1960.08	남	중국총괄	한국총괄	성균관대
배경태	부사장	1958.03	남	한국총괄	중동총괄	동국대
오경석	부사장	1960.10	남	LED사업부장	메모리 DRAM PA팀장	서울대(碩士)
옥경석	부사장	1958.04	남	안식년	DS부문 경영지원실장	홍익대(碩士)
지재완	부사장대우	1957.09	남	법무실 준법지원팀장	IP센터 라이선싱팀장	Illinois, Urbana-Champaign(博士)
최우수	부사장	1957.09	남	안식년	DS부문 인사팀장	동국대
강경훈	부사장	1964.08	남	미래전략실 인사지원팀 담당임원	인사팀 담당임원	경찰대
강기중	부사장대우	1964.05	남	법무실 IP센터 IP법무팀장	법무실 담당임원	New York Univ.(碩士)
길영준	부사장	1956.12	남	SRA연구소장	종합기술원 기획지원실장	한국과학기술원(博士)
김석필	부사장	1960.09	남	글로벌협력팀장	무선 전략마케팅실장	Ecole des Hautes Etudes Commerciales(碩士)
노태문	부사장	1968.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 개발실 담당임원	포항공대(博士)

박종서	부사장	1957.05	남	무선 구매팀장	일본본사 담당임원	건국대
서병삼	부사장	1957.06	남	생활가전 Global CS팀장	SSEC법인장	아주대
엄영훈	부사장	1960.03	남	구주총괄	생활가전 전략마케팅팀장	한국과학기술원(碩士)
이상철	부사장	1960.06	남	무선 전략마케팅실장	CIS총괄	인하대
이영우	부사장	1959.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	중앙대
이영희	부사장	1964.11	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	Northwestern Univ.(碩士)
이현동	부사장대우	1965.10	남	법무팀 담당임원	법무실 담당임원	서울대
장동훈	부사장대우	1958.02	남	디자인경영센터 디자인전략팀장	무선 디자인팀장	The School of Art Institute of Chicago(碩士)
정금용	부사장	1962.06	남	인사팀장	미래전략실 인사지원팀장	충남대
정재륜	부사장	1959.03	남	기흥/화성단지총괄	SESS법인장	경북대
지원구	부사장	1958.02	남	경영혁신팀장	LCD 경영혁신팀장	국민대
팀백스터	부사장	1961.04	남	SEA副법인장	SEA법인장	Roger Williams Univ.
노희찬	부사장	1961.10	남	지원팀장	DMC부문 지원팀장	연세대
박광기	부사장	1963.05	남	안식년	영상전략마케팅팀장	Chulalongkon University(碩士)
박병대	부사장	1959.02	남	생활가전 전략마케팅팀장	서남아총괄	한국외국어대
박종환	부사장	1961.12	남	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 키친솔루션사업팀장	연세대(碩士)
박학규	부사장	1964.11	남	미래전략실 경영진단팀장	무선 지원팀장	한국과학기술원(碩士)
배영창	부사장	1961.09	남	System LSI 전략마케팅팀장	SSI법인장	명지대
부윤경	부사장	1957.10	남	미래전략실 전략2팀장	삼성물산 기계플랜트사업부장	서울대
안재근	부사장	1957.08	남	수원지원센터장	삼성디스플레이 아산/천안단지총괄 담당임원	동국대
안중현	부사장	1963.03	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	전략T/F장	한국과학기술원(碩士)
엄대현	부사장대우	1966.03	남	법무팀 담당임원	법무실 담당임원	한양대
왕통	부사장	1962.06	남	SCIC 담당임원	SRC-Beijing연구소장	北京郵電大
이건혁	부사장	1963.07	남	커뮤니케이션팀 담당임원	미래전략실 커뮤니케이션팀 담당임원	London Sch. of Economics(博士)
이수형	부사장	1964.03	남	미래전략실 기획팀장	준법경영실 담당임원	한양대
이준영	부사장	1959.08	남	영상디스플레이 구매팀장	SEH-P법인장	송실대
이진중	부사장	1960.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SCIC 담당임원	성균관대
조인수	부사장	1960.02	남	메모리제조센터장	System LSI 제조센터장	경북대
최영준	부사장	1962.02	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	System LSI 지원팀장	부산대
한명섭	부사장	1958.02	남	베트남복합단지장	무선 이미징사업팀장	아주대(碩士)
김문수	부사장	1963.01	남	영상전략마케팅팀장	동남아총괄	고려대
김용관	부사장	1963.12	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	미래전략실 경영진단팀 담당임원	Thunderbird(碩士)
남궁범	부사장	1964.01	남	재경팀장	경영지원팀 담당임원	고려대
노승만	부사장	1959.07	남	미래전략실 커뮤니케이션팀 담당임원	홍보팀 담당임원	경희대
데이빗스틸	부사장	1966.09	남	커뮤니케이션팀 담당임원	북미총괄 기획홍보팀장	MIT(博士)
방상원	부사장	1958.06	남	SEJ법인장	의료기기사업팀장	한양대
안태혁	부사장	1962.10	남	기흥/화성단지총괄 S.LSI제조센터장	메모리제조센터 담당임원	Nagoya University(博士)
윤두표	부사장	1961.07	남	무선 Global CS팀장	무선 Global CS팀 담당임원	경북대
이준	부사장	1960.03	남	미래전략실 커뮤니케이션팀장	기획팀 담당임원	서울대
임영호	부사장	1963.09	남	메모리 품질보증실장	메모리 Flash개발실 담당임원	경북대
정태경	부사장	1963.10	남	Test&Package센터장	Test&Package센터 Package기술팀장	한국과학기술원(博士)
주은기	부사장	1962.01	남	상생협력센터 대외협력팀장	감사팀장	한국과학기술원(碩士)
최경식	부사장	1962.03	남	구주총괄 무선담당	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대(碩士)

최윤희	부사장	1963.01	남	무선 지원팀장	미래전략실 전략1팀 담당임원	성균관대
최주선	부사장	1963.05	남	메모리 전략마케팅팀장	메모리 DRAM개발실장	한국과학기술원(博士)
황득규	부사장	1959.06	남	DS부문 기획팀장	DS부문 감사팀장	Boston Univ.(碩士)
강희근	전무	1954.03	남	성균관대(파견)	삼성전기 담당임원	성균관대
신명훈	전무대우	1965.01	남	법무팀 담당임원	법무실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)
김정환	전무	1958.01	남	중남미총괄	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	한국외국어대
김행일	전무	1957.07	남	환경안전센터장	SSEC법인장	광운대
박종갑	전무	1960.12	남	한국총괄 마케팅팀장	국내영업 B2B영업팀 담당임원	전북대
박준호	전무	1962.04	남	네트워크 전략마케팅팀장	DMC연구소 STE팀장	State Univ. of New York, Binghamton(博士)
송성원	전무	1962.12	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀장	IT솔루션 PC전략마케팅팀장	건국대
심순선	전무	1961.10	남	CS환경센터장	CS환경센터 품질혁신팀장	성균관대(碩士)
안덕호	전무대우	1968.07	남	법무팀 담당임원	법무팀 담당임원	서울대
이태협	전무	1960.05	남	성균관대(파견)	커뮤니케이션팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)
임종권	전무	1958.03	남	상생협력센터 시너지구매팀장	무선 Global구매팀 담당임원	송실대
최창목	전무	1962.11	남	안식년	삼성증권 온라인사업부장	서울대
권계현	전무	1964.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Edinburgh(碩士)
김병균	전무	1963.06	남	중국총괄 지원팀장	의료기기사업팀 지원팀장	Stanford Univ.(碩士)
김석기	전무	1962.11	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Global운영센터장	한양대
김영준	전무대우	1959.08	남	디자인경영센터 선행디자인팀장	영상전략마케팅팀 수석	영남대
김하수	전무대우	1957.11	남	무선 금형기술팀장	무선 제품기술팀 담당임원	창원전문대
김혁철	전무	1957.01	남	무선 Global제조센터 한국제조팀장	TSTC법인장	경남대
김홍기	전무	1961.07	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀장	고려대
박경균	전무	1962.10	남	무선 구매팀 담당임원	무선 Global운영실 담당임원	동아대
박영욱	전무	1963.04	남	SAS법인장	SAS 담당임원	한국과학기술원(博士)
서병훈	전무	1963.07	남	System LSI Foundry사업팀 담당임원	System LSI 기획팀장	Carnegie Mellon Univ.(博士)
성재현	전무	1959.05	남	생활가전 지원팀장	한국총괄 경영지원팀장	성균관대
윤한길	전무	1962.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	Univ. of Florida(博士)
이기옥	전무대우	1967.02	남	DS부문 법무지원팀장	법무실 담당임원	성균관대(博士)
이명진	전무	1958.08	남	커뮤니케이션팀 담당임원	IR팀장	State Univ. of New York, Buffalo
이상주	전무대우	1970.09	남	법무실 준법지원팀 담당임원	해외법무팀장	Harvard Univ.(碩士)
이순영	전무	1960.05	남	무선 Global운영팀장	무선 Global제조팀 담당임원	성균관대
이종철	전무대우	1968.01	남	북미총괄 법무지원팀장	법무실 준법지원팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(碩士)
이진곤	전무	1963.02	남	SSEC법인장	삼성광주전자 제조팀장	한양대
이충로	전무	1958.10	남	중동총괄	TSE-S법인장	한국과학기술원(碩士)
전준영	전무	1962.05	남	System LSI 기획팀장	메모리 기획팀장	성균관대
강운제	전무대우	1968.08	남	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인 담당임원	청주대
김상무	전무	1961.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	IT솔루션 PC전략마케팅팀 담당임원	서울대
김원표	전무	1962.02	남	미래전략실 기획팀 담당임원	기획홍보팀 담당임원	부산대(博士)
김용희	전무	1961.02	남	생활가전 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	광운대
김의탁	전무	1958.06	남	CIS총괄	영상전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대
류택원	전무	1959.09	남	무선 Global제조센터 부품제조팀장	무선 제품기술팀 담당임원	경북대(碩士)
박영규	전무	1959.09	남	DS부문 구매팀장	메모리 기술팀장	고려대(博士)

박용기	전무	1963.04	남	무선 인사팀장	인사팀장	한국과학기술원(碩士)
박창신	전무	1964.02	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당 임원	IT솔루션 PRT전략마케팅팀 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)
백수현	전무	1963.01	남	커뮤니케이션팀 담당임원		서울대
상재호	전무	1963.02	남	S.LSI제조센터 담당임원	System LSI 기술팀장	한양대
심원환	전무	1960.02	남	구미지원센터장	베트남복합단지장	경북대(碩士)
윤철운	전무	1962.11	남	SAMEX법인장	영상디스플레이 개발팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)
이경식	전무	1964.11	남	영상디스플레이 Service Business 파트팀장	영상디스플레이 서비스전략 파트팀장	한양대
이규필	전무	1961.05	남	반도체연구소 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	Univ. of Florida(博士)
이상수	전무	1960.07	남	영상디스플레이 Global CS팀장	SERK법인장	성균관대
이인정	전무대우	1961.10	남	법무실 IP센터 라이선싱팀장	IP센터 IP법무팀 담당임원	Franklin Pierce Law Center(碩士)
이준수	전무	1963.10	남	인재개발원 부원장	인사팀 담당임원	서울대
장시호	전무	1961.07	남	생활가전 Global제조센터장	SEH-P법인장	한양대
장재수	전무	1962.07	남	DMC연구소 기술전략팀장	SISA법인장	Syracuse Univ.(碩士)
전용성	전무	1958.06	남	동남아총괄	TSE-S법인장	건국대
정수연	전무	1961.06	남	SEHZ법인장	무선 Global제조센터 한국제조팀장	금오공대
정순문	전무	1961.11	남	S.LSI제조센터 담당임원	S.LSI TD 담당임원	Univ. of Florida(博士)
조용철	전무	1962.01	남	TSE-S법인장	커뮤니케이션팀 담당임원	서강대
조호석	전무	1963.10	남	SEV 담당임원	무선 인사팀장	영남대
최구연	전무	1962.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEAU법인장	한양대
최철	전무	1962.05	남	DS부문 중국총괄	SSC 담당임원	청화대(碩士)
최홍섭	전무	1962.02	남	미래전략실 커뮤니케이션팀 담당 임원	삼성물산 브랜드전략팀 담당임원	서울대(碩士)
황성수	전무	1962.02	남	대외협력담당 스포츠기획팀장	제일기획 스포츠전략기획본부장	State Univ. of New York, Buffalo(碩士)
강봉용	전무	1964.01	남	DS부문 지원팀장	메모리 지원팀장	고려대
강창진	전무	1961.08	남	DS부문 감사팀장	반도체연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
김도형	전무	1958.09	남	SEPM법인장	생활가전 Global운영팀장	아주대
김부경	전무	1960.04	남	미래전략실 커뮤니케이션팀 담당 임원		서울대(碩士)
김언수	전무	1963.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	GMO 브랜드전략팀장	고려대
김원경	전무	1967.08	남	북미총괄 대외협력팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(碩士)
김유영	전무	1958.10	남	SEIN-S법인장	SIEL-S 담당임원	한국외국어대
명성완	전무	1962.03	남	SEG법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대
박문호	전무	1965.01	남	미래전략실 인사지원팀 담당임원	미래전략실 경영진단팀 담당임원	성균관대
박정준	전무	1962.03	남	SCIC 담당임원	중국판매법인 담당임원	홍익대
박찬훈	전무	1962.04	남	SCS법인장	메모리제조센터 담당임원	電氣通信大學(博士)
배주천	전무대우	1958.11	남	기흥/화성단지총괄 전기제어기술 팀장	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담 당임원	송실대(博士)
서기용	전무	1960.11	남	SECA법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대(碩士)
신재경	전무	1963.01	남	SESS법인장	Test&Package센터 TEST기술팀장	서울대(碩士)
안정태	전무	1964.02	남	영상디스플레이 지원팀장	북미총괄 지원팀장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(碩士)
양걸	전무	1962.10	남	DS부문 중국총괄 담당임원	SSC 담당임원	서강대(碩士)
오수열	전무	1960.07	남	네트워크 Global운영팀장	네트워크 시스템개발팀 담당임원	아주대
이봉주	전무	1963.03	남	DS부문 인사팀장	System LSI 인사팀장	한국과학기술원(碩士)
이상국	전무	1962.01	남	안식년	한국총괄 모바일영업팀장	부산대
장호식	전무대우	1963.10	남	법무실 IP센터 IP전략팀장	IP센터 IP전략팀 담당임원	Franklin Pierce Law Center(碩士)

전용성	전무	1962.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEF법인장	한국외국어대(碩士)
정경진	전무	1961.04	남	감사팀장	영상디스플레이 지원팀장	충남대
정광영	전무	1961.08	남	미래전략실 경영진단팀 담당임원	감사팀 담당임원	한양대
조광우	전무	1958.01	남	SEV법인장	SEDA-P(C)공장장	한양대
채창훈	전무	1962.04	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당임원	성균관대
최진원	전무	1966.09	남	재경팀 담당임원	미래전략실 전략1팀 담당임원	서울대
최치영	전무	1960.09	남	반도체연구소 담당임원	DS부문 감사팀장	연세대(碩士)
추종석	전무	1962.09	남	SCIC 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(碩士)
한재수	전무	1962.06	남	DS부문 미주총괄	DS부문 구주총괄	성균관대
강봉구	전무	1962.02	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	홍익대
김정호	전무	1964.04	남	재경팀 담당임원	경영지원팀 담당임원	Emory Univ.(碩士)
배경성	전무	1963.02	남	기흥/화성단지총괄 건설팀장	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당임원	한양대(碩士)
백지호	전무	1964.09	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)
신동훈	전무	1963.02	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 키친솔루션사업팀 전략마케팅팀장	Univ. of Warwick(碩士)
이왕익	전무	1963.07	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	상생생명 지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
이윤	전무	1959.06	남	영상전략마케팅팀 담당임원	충남미총괄 마케팅팀장	Univ. of Washington, Seattle(碩士)
이춘재	전무	1959.10	남	SEDA-P(M)공장장	영상디스플레이 Global운영팀장	경북대
이평우	전무	1963.11	남	무선 전략마케팅실 담당임원	한국총괄 경영지원팀 담당부장	성균관대
이흥모	전무대우	1962.10	남	DMC연구소 IP출원팀장	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	연세대
장성학	전무	1963.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	아주대(碩士)
정종욱	전무대우	1970.11	남	법무팀 담당임원		Univ. of Southern California(碩士)
정진수	전무	1959.05	남	네트워크 네트워크영업팀장	네트워크 개발팀 담당임원	경북대
최영호	전무	1963.07	남	네트워크 지원팀장	SEHZ 담당임원	경북대
최주호	전무	1963.03	남	인사팀 담당임원	구주총괄 인사팀장	아주대(碩士)
하혜승	전무	1967.11	여	무선 전략마케팅실 담당임원	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임원	Wellesley Coll.
홍현칠	전무	1961.01	남	서남아총괄	SELA법인장	한국외국어대
이영진	상무	1961.03	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
황동준	상무	1960.09	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	경영지원팀 담당임원	송실대
강승구	상무	1963.08	남	서남아총괄 SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한양대
김은진	상무	1961.11	남	프린팅솔루션 Global CS팀장	IT솔루션 Copier개발팀 담당임원	항공대(碩士)
안길업	상무	1960.11	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	서울대
정영덕	상무	1962.10	남	영상디스플레이 Global운영팀장	SEIN-P법인장	고려대
조현주	상무	1961.09	여	글로벌마케팅실 브랜드전략팀장	글로벌마케팅실 마케팅서비스팀장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
진영주	상무	1961.03	남	LED 전략마케팅팀장	LED 전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대
김동욱	상무	1963.09	남	SEVT 담당임원	SESC법인장	한국과학기술원(博士)
김승구	상무	1961.06	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SIEL-S 판매부문장	고려대
김우준	상무	1968.05	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	서울대(博士)
김재훈	상무대우	1972.08	남	법무실 준법지원팀 담당임원	Compliance팀 담당임원	Georgetown Univ.(碩士)
김준영	상무	1966.05	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEUK 법인장	서울대
민장식	상무	1963.11	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발팀 수석	중앙대

안영준	상무	1960.01	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발팀 담당임원	경북대
유재철	상무	1963.09	남	SEUC법인장	SERC 담당임원	서강대
이해범	상무	1964.08	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	Stanford Univ.(博士)
정준교	상무	1965.03	남	DMC연구소 지원팀장	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	서울대(碩士)
채선기	상무	1962.11	남	중국본사 담당임원	생활가전 인사팀장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)
최명수	상무	1961.01	남	기흥/화성단지총괄 LED제조팀장	LED제조센터 담당임원	한양대
최진원	상무	1963.05	남	SEHK법인장	SEM-S법인장	한국과학기술원(碩士)
황인대	상무	1960.04	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	SEJ 담당임원	한국외국어대
황지호	상무	1960.07	남	무선 구매팀 담당임원	상생협력센터 시너지구매팀장	한양대
고승환	상무	1962.09	남	생활가전 구매팀 담당임원	SAMEX 담당임원	인하대
고홍선	상무	1965.01	남	SCIC 담당임원	국내영업 애니콜영업팀 담당부장	한양대(碩士)
곽진환	상무	1968.01	남	법무실 IP센터 기술분석팀 담당임원	IP센터 IP전략팀 담당임원	서강대
김경진	상무	1963.11	남	SESK법인장	감사팀 담당임원	송실대
김광석	상무	1962.02	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	IT솔루션 Copier개발팀 담당임원	Univ. of Southern California(碩士)
김교익	상무	1961.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	CS환경센터 담당부장	성균관대
김기원	상무	1963.04	남	미래전략실 기획팀 담당임원		고려대(碩士)
김병동	상무	1963.02	남	System LSI 인사팀장	메모리 인사팀장	고려대(碩士)
김병욱	상무	1963.08	남	기흥/화성단지총괄 지원팀 담당임원	재경팀 담당임원	고려대
김사필	상무	1965.04	남	인사팀 담당임원	미래전략실 인사지원팀 담당임원	경찰대
김성일	상무	1962.07	남	S.LSI제조센터 담당임원	SAS 담당임원	송실대
김성진	상무	1965.03	남	지원팀 담당임원	동남아총괄 지원팀장	고려대
김영민	상무대우	1967.03	남	법무실 법무팀 담당임원		Univ. of Virginia(碩士)
김영수	상무대우	1968.07	남	법무팀 담당임원		서울대
김영욱	상무	1962.10	남	프린팅솔루션 지원팀장	중남미총괄 경영지원팀장	서울대
김인철	상무	1962.09	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당임원	국민대(碩士)
김중호	상무	1961.08	남	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	동국대
김진성	상무	1963.02	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	아주대
김진해	상무	1963.12	남	한국총괄 모바일영업팀장	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	광운대
김대훈	상무	1965.04	남	DS부문 일본총괄 담당임원	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	고려대
김학대	상무	1964.08	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SECA법인장	경북대
김홍경	상무	1965.11	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	반도체 지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
남대희	상무	1968.09	여	미래전략실 커뮤니케이션팀 담당임원	삼성생명 브랜드전략팀장	서강대(碩士)
류영수	상무	1963.11	남	네트워크 Global제조팀 담당임원	네트워크 Global제조팀 담당부장	서강대
목장균	상무	1964.03	남	미래전략실 인사지원팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대
문양춘	상무	1963.12	남	생활가전 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 수석	조선대
박봉주	상무	1963.05	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	서강대
박영선	상무	1965.12	남	미래전략실 경영진단팀 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	고려대
박재천	상무	1965.10	남	한국총괄 마케팅팀장	한국총괄 마케팅팀 담당임원	영남대
박진호	상무	1961.07	남	의료기기 전략마케팅팀장	IT솔루션 PC전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)
변성호	상무	1964.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	경북대
부성중	상무	1964.10	남	지원팀 담당임원	DMC부문 지원팀 담당임원	성균관대
성일경	상무	1964.01	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 상품전략팀 담당임원	연세대

송기찬	상무	1963.05	남	구주총괄 지원팀장	DMC 글로벌지원팀 담당부장	성균관대
송원득	상무대우	1964.01	남	법무실 IP센터 기술분석팀 담당임원	반도체 지적재산팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
신재호	상무	1964.11	남	SCS법인 담당임원	메모리 지원팀장	성균관대
심의경	상무	1964.10	남	메모리 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
안윤순	상무	1964.06	남	SERK법인장	영상디스플레이 Global CS팀장	인하대
안재형	상무	1964.01	남	중남미총괄 지원팀장	프린팅솔루션 지원팀장	서강대
엄태훈	상무	1963.11	남	Global Innovation센터 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	서울대
오상훈	상무	1962.12	남	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	광운대
유석영	상무	1963.04	남	반도체연구소 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)
윤성혁	상무	1962.09	남	SEA 담당임원	STA 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
윤성희	상무	1964.12	남	중국본사 담당임원	중국본사 담당부장	영남대
이강협	상무	1962.12	남	SEA 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대
이광성	상무	1963.07	남	영상디스플레이 인사팀장	일본본사 담당임원	Keio Univ.(碩士)
이상규	상무	1961.06	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 Global CS팀 담당임원	경운대
이성수	상무	1964.11	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 Flash설계팀 담당임원	경희대
이재엽	상무	1966.08	남	SET법인장	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대
이진규	상무	1961.12	남	SIEL-S 담당임원	서남아총괄 담당임원	서울대(碩士)
인현진	상무	1961.04	남	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	세종대
장수철	상무	1961.09	남	Test&Package센터 제조기술2팀장	Test&Package센터 GPO팀장	아주대(碩士)
전세원	상무	1964.12	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	SSI법인 담당부장	홍익대
조은정	상무	1962.06	여	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임원	글로벌B2B센터 담당임원	서울대(博士)
최방섭	상무	1963.04	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	STA 담당임원	서울대
최원진	상무	1964.01	남	지원팀 담당임원	DMC부문 지원팀 담당임원	성균관대
최인철	상무	1964.04	남	미래전략실 기획팀 담당임원	삼성경제연구소 담당임원	연세대(博士)
최정준	상무	1965.08	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	DMC 지원팀 담당부장	성균관대
최진규	상무	1962.09	남	프린팅솔루션 Global운영팀장	IT솔루션 Global운영팀 담당임원	건국대
허정호	상무	1962.06	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	DAS사업팀 담당임원	Long Island Univ.(碩士)
홍규식	상무	1963.03	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	System LSI 품질팀장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)
홍두희	상무	1964.02	남	무선 지원팀 담당임원	미래전략실 경영진단팀 담당임원	Wake Forest Univ.(碩士)
황우찬	상무	1962.10	남	제도개선T/F 담당임원	신문화T/F 담당임원	한양대(碩士)
강병일	상무	1968.02	남	미래전략실 전략2팀 담당임원		건국대(碩士)
강석립	상무	1964.10	남	기흥/화성단지총괄 시스템기술팀 담당임원	메모리 제조센터 담당임원	경북대
경재형	상무	1964.02	남	무선 지원팀 담당임원	서남아총괄 경영지원팀장	성균관대
김남용	상무	1965.06	남	커뮤니케이션팀 담당임원	DMC부문 커뮤니케이션팀 담당임원	연세대
김대현	상무	1964.08	남	SEI법인장	SEH-S법인장	한국과학기술원(碩士)
김동민	상무	1964.06	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEG법인장	고려대
김득근	상무	1963.06	남	중남미총괄 대외협력팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	연세대
김명욱	상무	1961.01	남	SIEL-P(N)공장장	SEM-P법인장	인하대
김상규	상무	1968.01	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	경영전략팀 담당부장	서울대(碩士)
김선식	상무	1964.06	남	DS부문 인사팀 담당임원	SAS 담당부장	성균관대(碩士)
김영도	상무	1962.12	남	상생협력센터 구매전략팀장	상생협력센터 구매전략팀 담당부장	경북대

김원수	상무	1961.08	남	SEM-P법인장	SIEL-P(N)공장장	삼성전자기술대학(碩士)
김종명	상무	1964.09	남	무선 제품기술팀 담당임원	SRC-Tianjin연구소장	경북대
김종신	상무	1963.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	글로벌B2B센터 담당임원	연세대(碩士)
김창한	상무	1963.01	남	DS부문 기획팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원	성균관대
김현도	상무	1966.04	남	무선 인사팀 담당임원	IT솔루션 인사팀장	연세대(碩士)
김현주	상무	1965.06	남	무선 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	광운대
나기홍	상무	1966.03	남	무선 인사팀 담당임원	DMC연구소 인사팀장	고려대
남정현	상무대우	1964.04	남	글로벌기술센터 제조혁신팀장	제조기술센터 제조혁신팀 담당부장	천안공고
류문형	상무	1965.07	남	북미총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	서울대
문성우	상무	1971.12	남	경영혁신팀 담당임원	경영혁신팀 담당부장	한국과학기술원(博士)
문성현	상무	1963.09	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SET법인장	Touro University International(碩士)
문점주	상무	1962.03	남	TSLED법인장	Test&Package센터 제조2팀장	명지대
문대경	상무	1962.03	남	한국총괄 B2C영업팀장	한국총괄 중부지사장	고려대
박경철	상무	1964.02	남	SEDA-S 판매부문장	SEPCO법인장	연세대
박봉출	상무	1964.01	남	영상디스플레이 구매팀 담당임원	인사팀 담당부장	송실대
박종우	상무	1965.06	남	System LSI 품질팀장	S.LSI 품질팀 담당임원	Lehigh Univ.(博士)
박진영	상무	1964.02	남	무선 기획팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Tsukuba Univ.(碩士)
박찬호	상무	1964.07	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	서울대(碩士)
백홍주	상무	1961.12	남	SCS법인 담당임원	메모리 제조센터 담당임원	인하대
서동면	상무	1963.02	남	미래전략실 커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	한양대
서양석	상무	1966.10	남	서남아총괄 지원팀장	정보전략팀 담당임원	Thunderbird(碩士)
송봉섭	상무	1965.04	남	생활가전 인사팀장	수원지원센터 인사팀장	경북대
송하석	상무	1963.07	남	DS부문 구매팀 담당임원	미래전략실 경영진단팀 담당임원	성균관대
신종민	상무	1962.10	남	TSTC법인장	SSET법인장	울산대
신현호	상무	1964.10	남	프린팅솔루션 인사팀장	북미 IRO	연세대
양준호	상무대우	1971.02	남	디자인경영센터 선행디자인팀 담당임원	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	세종대
오세용	상무	1962.06	남	동남아총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	중앙대
오창건	상무	1962.01	남	경영혁신팀 담당임원	SELS법인장	한국과학기술원(碩士)
우종근	상무	1961.04	남	안식년	무선 전략마케팅실 담당임원	성균관대
윤석모	상무	1965.07	남	종합기술원 지원팀장	아프리카총괄 경영지원팀장	서울대
음두찬	상무	1965.12	남	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	SRA-SV연구소장	한국과학기술원(碩士)
이계성	상무대우	1967.11	남	법무실 준법지원팀 담당임원	해외법무팀 담당임원	St. Louis Univ.(碩士)
이규열	상무	1966.05	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 수석	항공대
이민혁	상무대우	1972.02	남	무선 디자인팀장	무선 디자인팀 담당임원	경희대
이병철	상무	1965.10	남	중국본사 담당임원	중국본사 담당부장	청화대(淸華大)(碩士)
이상욱	상무	1964.06	남	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	SDC 디스플레이연구소 담당임원	서울대(博士)
이성식	상무대우	1964.05	남	무선 UX혁신팀 담당임원	무선 UX팀 담당임원	서울대(碩士)
이태우	상무	1959.10	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대
이현식	상무	1964.12	남	한국총괄 B2B영업팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	연세대(碩士)
임백균	상무	1963.02	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 수석	삼성전자기술대학(碩士)
임성택	상무	1966.06	남	미래전략실 인사지원팀 담당임원	인사팀 담당부장	연세대
장성재	상무	1965.06	남	미래전략실 경영진단팀 담당임원	무선 지원팀 담당임원	서강대
전승준	상무	1962.06	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	한양대(碩士)
정윤	상무	1967.05	남	SETK법인장	무선 전략마케팅팀 담당임원	서울대(博士)
정해린	상무	1964.11	남	미래전략실 전략2팀 담당임원	지원팀 담당임원	고려대

정현준	상무	1964.06	남	SEH-P법인장	영상디스플레이 개발실 담당임원	한양대
조덕현	상무	1966.02	남	지원팀 담당임원	글로벌지원팀 담당임원	경북대
진연탁	상무	1963.05	남	SCIC 담당임원	SCIC 담당부장	성균관대(碩士)
차원대	상무	1965.03	남	무선 구매팀 담당임원	무선 Global운영실 담당임원	서강대(碩士)
채원철	상무	1966.05	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발관리팀 담당부장	광운대
최병성	상무	1962.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	동국대
최수영	상무	1965.11	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	사업지원팀 담당부장	고려대
최승식	상무	1966.01	남	SERC 담당임원	SEKZ법인장	고려대
최영섭	상무	1963.11	남	북미총괄 CS팀장	CS환경센터 Global서비스팀 담당부 장	성균관대
최윤범	상무	1963.02	남	SEVT 담당임원	Media Solution센터 지원팀장	경원대
폴리데스키	상무	1968.01	남	SECA 副법인장	SEA 담당임원	McMaster Univ.
한승훈	상무	1965.07	남	System LSI Foundry사업팀 담당 임원	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	Iowa State Univ.(博士)
한인국	상무	1964.11	남	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	한양대
홍광수	상무	1963.08	남	글로벌마케팅실 B2B전략팀 담당 임원	경영혁신팀 담당임원	숭실대
홍성룡	상무	1963.11	남	아프리카총괄	SETK법인장	고려대(碩士)
황기영	상무	1961.06	남	정보보호센터장	삼성SDS 전자/제조인프라1팀장	고려대(碩士)
강동훈	상무대우	1970.12	남	법무팀 담당임원	준법경영실 책임변호사	Georgetown Univ.(碩士)
강민호	상무	1964.05	남	SEV 담당임원	무선 지원팀 담당부장	경북대
강임수	상무	1963.07	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임 원	System LSI 전략마케팅팀 담당부장	성균관대(碩士)
강종문	상무	1964.10	남	의료기기 지원팀장	글로벌지원팀 담당임원	연세대
고재영	상무	1964.08	남	중동총괄 지원팀장	무선 지원팀 담당임원	서울대
권재훈	상무	1964.04	남	SEAU법인장	SME법인장	한국외국어대
그리피스	상무	1961.06	남	SEUK법인장(Co)	SEUK CE Biz. 팀장	Ardleigh Green College
김기선	상무	1968.04	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(碩士)
김도현	상무대우	1975.03	남	법무팀 담당임원	법무실 수석변호사	서울대
김동욱	상무	1968.10	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	연세대(碩士)
김동진	상무	1963.06	남	SCIC 담당임원	SCIC 담당부장	연세대
김동환	상무	1964.06	남	감사팀 담당임원	싱가폴IPC 담당부장	항공대
김민섭	상무	1966.02	남	DS부문 지원팀 담당임원	DS부문 지원팀 담당부장	성균관대
김성환	상무	1964.07	남	SEM-S법인장	SEDA-S 담당임원	고려대(碩士)
김영수	상무	1966.08	남	SESA법인장	SGE법인장	서강대
김영윤	상무	1961.08	남	소프트웨어센터 S/W전략팀장	SRK연구소장	연세대
김영태	상무	1963.10	남	생활가전 C&M사업팀 담당임원	생활가전 개발기획그룹장	서울대
김영호	상무	1964.12	남	미래전략실 경영진단팀 담당임원	재경팀 담당임원	Tulane Univ.(碩士)
김유석	상무대우	1965.04	남	법무실 IP센터 라이센싱팀 담당임 원	IP센터 IP전략팀 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(博 士)
김정렬	상무	1963.03	남	LED 지원팀장	SSW 담당임원	경희대
김종현	상무	1966.08	남	인사팀 담당임원	인재개발센터 담당임원	육사
김태관	상무	1965.01	남	생활가전 지원팀 담당임원	전략T/F 담당부장	고려대
김택성	상무대우	1962.08	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 기획지원팀 담당부장	Franklin Pierce Law Center(博士)
김학래	상무	1962.02	남	글로벌기술센터 자동화기술팀장	생산기술연구소 수석	한양대
김현석	상무	1964.06	남	SEHZ 담당임원	중국총괄 경영지원팀 담당임원	서강대
노블릿	상무	1960.06	남	SALS 副법인장	SEA 담당임원	Chapman Univ.(碩士)
더못라이언	상무	1962.09	남	DS부문 구주총괄	DS부문 구주총괄 담당임원	Limerick Regional Technical College

바우만	상무	1966.05	남	SEPOL법인장	구주총괄 마케팅팀장	Univ. of Bath(碩士)
박경호	상무	1965.06	남	종합기술원 기획팀장	종합기술원 CTO전략팀 담당임원	성균관대
박성호	상무	1968.09	남	SEV 담당임원	무선 Global제조센터 담당임원	경북대(碩士)
박세웅	상무	1966.04	남	영상디스플레이 Global제조팀장	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대
박윤희	상무	1965.09	남	글로벌마케팅실 채널전략팀장	글로벌마케팅실 담당임원	서울대
배학범	상무	1963.08	남	SEDA-P(M) 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	경희대
백수하	상무	1964.02	남	커뮤니케이션팀 담당임원		한양대
손기태	상무	1967.12	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEA 담당임원	서울대
송규중	상무	1968.07	남	미래전략실 경영진단팀 담당임원	경영진단팀 담당부장	서울대
신동호	상무	1963.10	남	System LSI Global운영팀장	S.LSI Global운영팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)
안민용	상무	1963.06	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	경북대
안용일	상무대우	1971.02	남	디자인경영센터 디자인전략팀 담당임원	디자인경영센터 선행디자인팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
안정수	상무	1964.01	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 수석	고려대
양경택	상무	1964.02	남	한국총괄 지원팀장	한국총괄 경영지원팀 담당임원	서강대
양석환	상무	1962.05	남	SALS법인장	DMC부문 경영혁신팀 담당임원	Purdue Univ.(碩士)
엄재훈	상무	1966.06	남	SCIC 담당임원	중국총괄 Retail Management팀장	서강대(碩士)
이강길	상무	1963.06	남	SAMEX 담당임원	SESK 담당임원	전북대
이경태	상무	1966.12	남	지원팀 담당임원	기획팀 담당임원	서울대(碩士)
이규진	상무	1961.07	남	SAVINA-P법인장	SEH-P법인장	성균관대
이동근	상무	1963.01	남	무선 인사팀 담당임원	정보보호센터 담당부장	고려대(碩士)
이병준	상무	1968.01	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	경희대(碩士)
이병창	상무	1965.05	남	SESC 담당임원	IT솔루션 PC개발팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
이상우	상무대우	1972.11	남	법무팀 담당임원		연세대
이선영	상무	1965.04	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	한양대
이선영	상무	1967.12	여	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 수석	한국과학기술원(博士)
이승백	상무	1964.02	남	DS부문 커뮤니케이션팀장	DS부문 인사팀 담당임원	중앙대
이용호	상무	1964.04	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 B2B영업 B2B마케팅그룹장	연세대
이우섭	상무	1966.05	남	무선 구매팀 담당임원	무선 Global운영실 담당임원	성균관대
이종진	상무	1962.08	남	미래전략실 전략2팀 담당임원		서울시립대
이창영	상무	1963.01	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대
임성관	상무	1962.02	남	LED 품질팀장	System LSI 품질 담당임원	경북대
임춘수	상무	1964.07	남	구미지원센터 인사팀장	구미지원센터 인사 담당부장	영남대
임휘용	상무	1965.02	남	네트워크 인사팀장	수원지원센터 인사팀장	서강대
장재혁	상무	1967.10	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	중앙대
장정환	상무대우	1967.12	남	한국총괄 지원팀 담당임원	한국총괄 경영지원팀 담당임원	Univ. of Southern California(碩士)
전경빈	상무	1966.12	남	CS환경센터 품질혁신팀장	감사팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
전충삼	상무	1965.08	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 수석	한국과학기술원(博士)
정광열	상무	1965.09	남	커뮤니케이션팀 담당임원	DMC부문 커뮤니케이션팀 담당임원	연세대(碩士)
정기수	상무	1965.02	남	수원지원센터 인사팀장	중국본사 담당임원	연세대
정상인	상무대우	1969.06	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(碩士)
정영락	상무	1962.10	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEROM법인장	단국대
정정주	상무	1964.09	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	한양대
정홍구	상무	1964.08	남	CIS총괄 지원팀장	중동총괄 지원팀장	고려대

조상호	상무	1965.02	남	SEUK법인장(Co)	SENA법인장	경희대
진용훈	상무	1964.08	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대(碩士)
차권환	상무	1965.04	남	TSTC 담당임원	디지털이미징 지원 담당임원	부산대
최완우	상무	1965.02	남	DS부문 인사팀 담당임원	Test&Package센터 인사팀장	서강대
최종열	상무대우	1967.06	남	생활가전 디자인팀장	생활가전 디자인 담당임원	서울대(碩士)
허국	상무	1965.08	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	서강대
허길영	상무	1965.08	남	DS부문 지원팀 담당임원	Test&Package센터 지원팀장	강남대
허동철	상무	1962.10	남	S.LSI제조센터 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	송실대
홍승오	상무	1968.10	남	기획팀 담당임원	경영지원실 사업전략 담당부장	London Business Sch. (LBS)(碩士)
가네코	상무	1958.12	남	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 일본총괄 VP	Musashi Univ.
강윤석	상무	1964.05	남	Test&Package센터 인사팀장	반도체연구소 담당부장	연세대
강현석	상무	1963.08	남	SIEL-S 담당임원	SEPOL 담당부장	서강대
고희권	상무	1965.08	남	기획팀 담당임원	신사업팀장	연세대(碩士)
권대훈	상무	1968.02	남	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	North Carolina, Chapel Hill(碩士)
김개연	상무	1969.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	영상디스플레이 상품기획팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(碩士)
김경훈	상무대우	1974.01	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	영상디스플레이 디자인 담당임원	중앙대
김기용	상무	1965.12	남	SEDA-P(M) 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당임원	한양대
김도현	상무	1965.04	남	SECH법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	항공대
김방룡	상무	1964.04	남	SEWA법인장	Ghana본소장	성균관대
김병주	상무	1966.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	IT솔루션 PC전략마케팅팀 담당부장	중앙대
김윤수	상무	1967.12	남	SECE법인장	SERC 담당임원	Thunderbird(碩士)
김은중	상무	1965.06	남	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당부장	성균관대
김종근	상무	1967.06	남	무선 Global제조센터 Global제조 지원팀장	감사팀 담당부장	경북대
김종두	상무	1964.09	남	무선 구매팀 담당임원	무선 Global운영실 담당임원	부산대
김종민	상무	1968.03	남	IRO	인력개발원 담당부장	Univ. of Pennsylvania(碩士)
김준한	상무대우	1965.08	남	종합기술원 기획팀 담당임원	종합기술원 CTO전략팀 담당임원	연세대(博士)
김형남	상무	1965.06	남	감사팀 담당임원	감사팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)
김호진	상무	1966.08	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당부장	성균관대
까를로	상무	1971.01	남	SEI 법인장	SEI VP	UNIVERSITA STATALE DI MILANO(碩士)
나운천	상무	1967.02	남	SEA 담당임원	재경팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)
남길준	상무	1963.08	남	SEA 담당임원	STA 담당임원	서강대
노형훈	상무	1964.11	남	생활가전 Global제조센터 담당임원	SSEC 담당부장	고려대
마틴	상무	1970.02	남	SEG 담당임원	SEG VP	Staatl. Berufsakademie Mannheim
맹경무	상무	1970.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(博士)
박광채	상무	1964.04	남	수원지원센터 지원팀장	수원지원센터 재무지원팀 담당부장	서울대
박덕규	상무	1965.01	남	Iran지점장	SEEG-S법인장	중앙대
박동수	상무	1966.12	남	CS환경센터 Global서비스팀장	서남아총괄 CS팀장	광주대
박범주	상무	1966.04	남	인재개발원 담당임원	인재개발센터 담당부장	아주대(博士)
박석민	상무	1970.12	남	경영혁신팀 담당임원	경영혁신팀 담당부장	Univ. of Texas, Austin(博士)

박찬우	상무	1973.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 상품전략팀 담당부장	Stanford Univ.(博士)
박철영	상무	1967.04	남	미래전략실 커뮤니케이션팀 담당 임원		연세대(碩士)
박철용	상무	1966.04	남	네트워크 지원팀 담당임원	CIS총괄 지원팀장	서강대
방현우	상무	1967.07	남	서남아총괄 대외협력팀장	인사팀 담당임원	고려대(碩士)
서응교	상무	1964.11	남	지원팀 담당임원	서남아총괄 경영지원팀장	서울대
손명식	상무	1966.10	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당임원	송실대
손종록	상무	1963.08	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당 임원	IT솔루션 PRT전략마케팅팀 담당부장	중앙대
스틴지아노	상무	1966.02	남	SEA 담당임원	SEA CB Div. SVP	Rutgers Univ.
신성우	상무	1965.12	남	SAS 담당임원	SAS 담당부장	연세대
안준연	상무	1965.07	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	경운대
안진	상무	1966.02	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SDC 감사팀 담당임원	인하대
양동성	상무	1967.12	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	성균관대
양문식	상무대우	1972.02	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 변호사	Duke Univ.(碩士)
에벨레	상무	1971.03	남	SEF법인장	SEF VP	Institut Supérieur de Gestion Paris
오시연	상무	1971.02	여	경영혁신팀 담당임원	제일모직 패션부문 리테일마케팅팀 장	고려대(碩士)
오창민	상무	1965.02	남	SEJ 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대(碩士)
오치오	상무	1967.01	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	종합기술원 인사팀 담당부장	건국대(碩士)
유영훈	상무	1963.04	남	무선 구매팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)
유우석	상무	1963.08	남	무선 구매팀 담당임원	무선 Global운영실 담당임원	성균관대
윤여봉	상무	1964.10	남	SGE법인장	중동총괄 마케팅팀장	고려대
윤태양	상무	1968.12	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	고려대(碩士)
이기수	상무	1964.07	남	TSE-P법인장	TSE-P 수석	한양대(碩士)
이기호	상무	1964.06	남	SEA 담당임원	SEBN법인장	성균관대
이덕상	상무	1958.06	남	SEHZ 담당임원	SEHZ 담당부장	경희사이버대
이람	상무	1962.07	남	SAMEX 담당임원		Alliant International Univ.(碩士)
이문철	상무	1964.03	남	SEA 담당임원	STA 담당임원	한양대
이민규	상무	1963.10	남	아프리카총괄 지원팀장	글로벌지원팀 담당부장	연세대
이상길	상무	1965.08	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 구주총괄 담당부장	서강대
이상재	상무	1965.06	남	글로벌기술센터 인사 담당임원	영상디스플레이 인사팀 담당부장	중앙대
이성민	상무	1964.09	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임 원	DS부문 중국총괄 담당임원	성균관대
이승구	상무	1969.08	남	비서팀장	SEG 담당임원	성균관대
이영태	상무대우	1963.09	남	SEV 담당임원	무선 제품기술팀 담당부장	삼성경영기술대학
이재룡	상무	1964.03	남	SERC 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	Western Illinois Univ.(碩士)
이정주	상무	1964.06	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당부장	고려대
이종오	상무	1963.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEEA법인장	한국외국어대
이철희	상무	1963.04	남	무선 지원팀 담당임원	SETK 담당부장	성균관대
이현	상무	1969.02	남	SEPCO법인장	SAPL법인장	Syracuse Univ.(碩士)
이흥빈	상무	1964.04	남	생활가전 Global제조센터 담당임 원	영상디스플레이 Global제조센터 담 당임원	명지대
장문석	상무	1969.03	남	무선 Global운영팀 담당임원	무선 Global운영팀 담당부장	항공대
장성대	상무	1964.08	남	기흥/화성단지총괄 Facility팀장	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담 당임원	동국대
장창구	상무	1967.03	남	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	성균관대

전용병	상무	1966.08	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	북경대(碩士)
정광명	상무	1964.04	남	생활가전 광주지원팀장	무선 인사팀 담당부장	전남대
정사율	상무	1966.11	남	지원팀 담당임원	SEG 담당임원	고려대
정완영	상무	1965.05	남	중국본사 담당임원	중국본사 담당부장	고려대
정재신	상무	1964.08	남	경영혁신팀 담당임원	로지텍 해외물류팀 담당임원	서강대
조국환	상무	1964.06	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	명지대
조성로	상무	1965.02	남	생활가전 지원팀 담당임원	SEG 담당임원	부산대
조성수	상무	1966.12	남	SSEC 담당임원	프린팅솔루션 지원팀 담당임원	서울대
조윤희	상무	1968.06	남	무선 전략마케팅실 담당임원	비서팀장	연세대
조인하	상무	1974.02	여	영상전략마케팅팀 담당임원	SEASA 담당부장	서강대(碩士)
조장호	상무	1963.08	남	Test&Package센터 지원팀장	준법지원팀 담당부장	경희대
조재식	상무	1963.04	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당부장	경북대
주창훈	상무	1970.10	남	미래전략실 인사지원팀 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(碩士)
지현기	상무	1968.01	남	메모리 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
진연기	상무	1963.01	남	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업 경북지사장	송실대
케빈리	상무	1962.07	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin
폴브래넨	상무	1960.11	남	SECA 담당임원	SECA VP	Carleton Univ.
피터반헤케	상무	1957.01	남	Belgium지점장	SEBN VP	쿠글베르흐왕립학교
홍유진	상무대우	1972.05	여	무선 UX혁신팀 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of California, LA(碩士)
가르시아	상무	1972.08	남	SESA 담당임원	SESA VP	AEDM
고상범	상무대우	1965.10	남	무선 금형기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	부산대
김광진	상무	1965.12	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	고려대
김기건	상무	1964.02	남	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 담당부장	광운대
김기훈	상무	1968.05	남	SEI 담당임원	지원팀 담당임원	Univ. of Baltimore(碩士)
김대원	상무	1965.11	남	SEF 副법인장	SECZ법인장	성균관대(碩士)
김덕민	상무	1965.03	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 이미징사업팀 담당임원	성균관대
김병도	상무	1967.03	남	글로벌마케팅실 디지털전략팀장	글로벌마케팅실 마케팅서비스팀 담당임원	서강대(碩士)
김상백	상무	1964.08	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEEA법인장	고려대
김상용	상무	1970.11	남	미래전략실 인사지원팀 담당임원	미래전략실 인사지원팀 담당부장	연세대
김상우	상무대우	1971.01	남	법무팀 담당임원	준법경영실 수석변호사	서울대
김세호	상무	1967.10	남	SENA법인장	SEAD법인장	동국대
김승민	상무	1967.03	남	SEA 담당임원	SEA 담당부장	성균관대
김연성	상무	1966.05	남	지원팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	MIT(碩士)
김이섭	상무	1965.07	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임원	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)
김재묵	상무	1965.05	남	상생협력센터 상생협력팀 담당임원	상생협력센터 구매전략팀 담당부장	국민대
김재준	상무	1968.01	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)
김정우	상무	1965.04	남	SEROM법인장	SEB법인장	고려대
김종균	상무	1966.08	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대
김진수	상무대우	1971.10	남	무선 디자인팀 담당임원	무선 디자인 수석	국민대
김철기	상무	1968.03	남	SAVINA-S법인장	SME 담당부장	경북대
김태경	상무	1968.12	남	중국총괄 지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	부산대
김형준	상무	1966.11	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	SAMEX 담당부장	Emory Univ.(碩士)
김희선	상무	1969.10	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	Duke Univ.(碩士)
노상석	상무	1964.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	한국외국어대

데니맥글린	상무	1966.11	남	SEA 담당임원	SEA SVP	Villanova Univ.(碩士)
라스안손	상무	1961.10	남	SENA 담당임원	SENA VP	RMI Berghs
메노	상무	1968.06	남	SEBN 담당임원	SEBN VP	Haarlem Business School
문국열	상무	1969.01	남	SEV 담당임원	무선 Global제조센터 담당부장	구미1대
박광준	상무	1964.11	남	기흥/화성단지총괄 지원팀장	기흥/화성단지총괄 지원팀장	송실대
박동찬	상무	1965.02	남	DS부문 미주총괄 담당임원	S.LSI 전략마케팅팀 담당부장	Case Western Reserve Univ.(博士)
박순철	상무	1966.07	남	지원팀 담당임원	네트워크 지원팀 담당임원	연세대
박영석	상무	1964.09	남	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	명지대
박정현	상무	1964.09	남	SEEA법인장	SEPAK법인장	서강대
박천호	상무	1967.06	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	연세대
박태수	상무	1962.11	남	S.LSI제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당부장	중앙대
박효상	상무	1967.08	남	미래전략실 커뮤니케이션팀 담당 임원	미래전략실 커뮤니케이션팀 담당부 장	한양대
백중수	상무	1971.01	남	기획팀 담당임원	미래전략실 커뮤니케이션팀 담당부 장	서울대(碩士)
베난시오	상무	1954.05	남	SEM-P 담당임원	SEM-P VP	National Polytechnic Institute
서경욱	상무	1966.10	남	SAPL법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Michigan State Univ.(碩士)
서기호	상무	1964.03	남	S.LSI제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당부장	항공대
서형석	상무	1968.02	남	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	연세대(碩士)
석종욱	상무	1969.06	남	기흥/화성단지총괄 LED제조팀 담 당임원	LED제조센터 담당임원	광운대
손성원	상무	1969.02	남	SEG 담당임원	지원팀 담당부장	연세대(碩士)
송명주	상무	1970.02	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	동남아총괄 마케팅팀 담당부장	서강대(碩士)
송현주	상무대우	1969.03	여	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전 디자인 수석	한국과학기술원(碩士)
신승승	상무	1965.12	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	중앙대
신용인	상무	1969.11	남	SEV 담당임원	SEV 담당부장	서강대
심재덕	상무	1973.07	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)
안상호	상무	1965.03	남	Test&Package센터 Package기술 팀장	Test&Package센터 Package기술팀 장	한국과학기술원(碩士)
안재우	상무	1969.12	남	중국총괄 인사팀장	인사팀 담당부장	고려대
양예목	상무	1965.03	남	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	항공대
양정원	상무	1970.01	여	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	연세대
여명구	상무	1970.10	남	기흥/화성단지총괄 인사팀장	기흥/화성단지총괄 인사팀장	충북대
연경희	상무	1971.08	여	SENZ법인장	글로벌지원팀 담당부장	경원대
오병민	상무	1967.02	남	기흥/화성단지총괄 보건관리팀장	기흥/화성단지총괄 환경안전팀 담당 임원	광운대
오종훈	상무	1969.10	남	System LSI 지원팀장	System LSI 지원팀 담당임원	Purdue Univ.(碩士)
원종현	상무	1967.05	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	북미총괄 경영지원팀 담당부장	성균관대
유택형	상무	1969.01	남	SEJ 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	전남대
윤종상	상무	1965.12	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	연세대
윤준오	상무	1967.06	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	전략T/F 담당임원	건국대
윤창훈	상무	1965.06	남	SEDA-S 담당임원	무선 광소재사업팀장	경희대
이경우	상무	1965.10	남	IRO	프린팅솔루션 인사팀 담당부장	도시샤대(博士)
이규호	상무	1969.06	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	서강대
이동우	상무	1967.06	남	미래전략실 경영진단팀 담당임원	지원팀 담당임원	경북대
이동준	상무	1970.12	남	한국총괄 지원팀 담당임원	한국총괄 경영지원팀 담당부장	고려대
이상봉	상무	1965.04	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발실 담당임원	한양대
이상훈	상무	1963.09	남	SME법인장	글로벌B2B센터 담당임원	항공대

이성현	상무	1966.07	남	SELA법인장	SAMCOL법인장	홍익대
이영순	상무	1966.10	여	인재개발원 담당임원	인사팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)
이영호	상무	1967.07	남	SCIC 담당임원	SCIC 담당임원	Univ. of Maryland, Coll. Park(碩士)
이원준	상무	1970.02	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	연세대
이재성	상무	1967.08	남	LED 인사 담당임원	S.LSI 인사팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)
이재용	상무	1969.04	남	소프트웨어센터 Big Data센터 담당임원	Media Solution센터 Big Data센터 담당임원	London Sch. of Economics(博士)
이철구	상무	1968.07	남	SEVT 담당임원	SEV 담당부장	강남대
이청용	상무	1968.12	남	글로벌마케팅실 마케팅전략팀장	SEPCO법인장	MIT(碩士)
이충순	상무	1967.09	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEGR법인장	고려대
이환구	상무	1964.03	남	DS부문 구조총괄 담당임원	DS부문 구조총괄 담당부장	성균관대
임성욱	상무	1964.02	남	SEDA-P(C)공장장	SEDA-P(M) 담당임원	영남대
임종규	상무	1965.06	남	경영혁신팀 담당임원	감사팀 담당임원	연세대
장다니엘	상무	1971.07	남	구조총괄 副무선담당	ETO VP	REIMS Management School(碩士)
장호영	상무	1968.01	남	SEV 담당임원	무선 Global운영실 구매 담당부장	경북대
전필규	상무	1968.11	남	북미총괄 인사팀장	인사팀 담당부장	HELSINKI SCH OF ECNOMICS(碩士)
정규범	상무	1962.08	남	SEMA법인장	생활가전 Global제조센터 담당부장	아주대
정규진	상무	1964.11	남	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀장	부산대
정훈	상무	1969.01	남	SEBN법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	홍익대
조기재	상무	1964.05	남	메모리 지원팀장	DS부문 지원팀 담당임원	Babson Coll.(碩士)
조성혁	상무	1970.05	남	SEA 담당임원	SEAG법인장	Univ. of California, Berkeley(碩士)
조시정	상무	1969.11	남	인사팀 담당임원	SEJ 담당부장	경희대
조연호	상무	1965.12	남	Test&Package센터 TEST기술팀장	Test&Package센터 TEST기술팀장	경북대
조종욱	상무	1969.08	남	종합기술원 인사팀장	DS부문 인사팀 담당부장	성균관대
조홍상	상무	1966.06	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	연세대
주이시앙	상무	1972.12	남	SME 담당임원	SAVINA-S 담당임원	Naional Univ. of Singapore(碩士)
진문구	상무	1965.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
짐엘리엇	상무	1970.11	남	DS부문 미주총괄 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.
채민영	상무	1966.04	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당부장	중앙대
천경율	상무	1965.02	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당부장	서강대
천문식	상무대우	1963.10	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	경북대
최돈일	상무	1962.01	남	중남미총괄 물류혁신팀장	중남미총괄 경영혁신팀 담당부장	경북대
최상진	상무	1967.03	남	메모리제조센터 담당임원	생산기술연구소 담당임원	포항공대(碩士)
최승걸	상무대우	1968.12	남	SCS법인 담당임원	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당부장	서울시립대
최익수	상무	1967.05	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당부장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
피재걸	상무	1964.04	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)
필립뉴튼	상무	1965.01	남	SEAU 담당임원	SEAU VP	SYDNEY TECHNICAL COLLEGE
하영욱	상무	1964.01	남	SSIC 기술전략팀 담당임원	SSIC 기술전략팀 담당부장	HELSINKI SCH OF ECNOMICS(碩士)
하현환	상무	1964.12	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	송실대

한성우	상무	1964.09	남	SSA법인장	영상디스플레이 Global운영센터 담당부장	인하대
함정수	상무	1965.12	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S 담당부장	한양대
홍범석	상무	1968.06	남	SELV법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	중앙대
홍성희	상무	1966.02	남	Test&Package센터 구매팀장	Test&Package센터 구매팀장	서강대
황하섭	상무	1964.03	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	인하대
강명구	상무	1971.09	남	DS부문 SSIC 담당임원	DS부문 기술전략팀 수석	서울대(博士)
고대곤	상무	1965.03	남	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	SAVINA-P법인장	아주대
곽연봉	상무대우	1967.03	남	기흥/화성단지총괄 전기제어기술팀 담당임원	기흥/화성단지총괄 담당부장	광운대
권오봉	상무	1969.08	남	SEDA-P(M) 담당임원	무선 Global제조센터 담당부장	금오공대(碩士)
김기상	상무	1965.11	남	DS부문 중국총괄 담당임원		아주대(碩士)
김대주	상무	1969.10	남	프린팅솔루션 지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
김병성	상무	1969.12	남	무선 지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	인하대
김보경	상무	1966.08	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 B2C영업팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)
김상효	상무	1967.10	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Duke Univ.(碩士)
김성기	상무	1968.11	남	CIS총괄 CS팀장		연세대(碩士)
김성욱	상무	1968.06	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	고려대(碩士)
김세녕	상무	1964.01	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	삼성전자기술대학(碩士)
김연준	상무	1967.11	남	SESK 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	충남대(碩士)
김용주	상무	1970.08	남	System LSI 지원팀 담당임원		한국외국어대
김우석	상무	1969.03	남	글로벌마케팅실 담당임원	글로벌마케팅실 담당부장	New York Univ.(碩士)
김우중	상무	1965.02	남	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	국민대
김의석	상무대우	1973.12	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	영상디스플레이 디자인팀 수석	홍익대
김재원	상무	1969.08	남	SEA 담당임원	STA 담당임원	Notre Dame(碩士)
김정석	상무	1969.06	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	연세대(碩士)
김정호	상무	1969.05	남	중국총괄 SCIC 담당임원	중국총괄 마케팅팀 담당부장	연세대
김창업	상무	1969.08	남	SEDA-S 담당임원	SEDA-S 담당부장	한양대
김한석	상무	1968.07	남	메모리제조센터 담당임원		인하대
김현수	상무	1970.09	남	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	DMC연구소 기술전략팀 담당부장	성균관대(博士)
데이브다스	상무	1975.06	남	SEA 담당임원	SEA VP	WHU-Kellogg(Germany-USA)(碩士)
리차드	상무	1969.12	남	구주총괄 인사팀장	구주총괄 VP	INSEAD(碩士)
명호석	상무	1967.04	남	SEA 담당임원	SEA 담당부장	중앙대
박기원	상무	1966.06	남	Saudi Arabia지점장	SEMRC법인장	서울대
박상교	상무대우	1972.03	남	중국본사 담당임원	중국본사 수석변호사	성균관대
박성근	상무	1966.01	남	중국본사 담당임원	네트워크 인사팀장	동국대
박성민	상무	1965.04	남	생활가전 Global CS팀 담당임원	생활가전 Global CS팀 담당부장	인하대
박승민	상무대우	1968.04	남	SRA 북미UX센터 담당임원	디자인경영센터 수석	The Ohio State Univ.(碩士)
박정선	상무	1972.12	여	SRA 담당임원	무선 지원	Duke Univ.(碩士)
박정호	상무대우	1971.09	남	법무실 법무팀 담당임원	법무실 법무팀 수석변호사	Michigan State Univ.(碩士)
박진영	상무	1971.11	여	DS부문 구매팀 담당임원		서울대
박태호	상무	1969.03	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S 담당부장	Pittsburgh(碩士)
박해진	상무	1965.10	남	DS부문 동남아총괄		한국외국어대
박현규	상무	1968.06	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당부장	대구대

백승엽	상무	1967.01	남	SELS 副법인장	SELS 담당부장	California State Univ., Hayward(碩士)
백승협	상무	1966.04	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선사업부 개발실 수석	경희사이버대학
부민혁	상무대우	1973.06	남	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전사업부 수석	제주대
서한석	상무	1968.02	남	SEA 담당임원	STA 담당부장	George Washington Univ.(碩士)
손영호	상무	1965.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	글로벌B2B센터 모바일Biz팀 담당부 장	연세대
송승엽	상무	1968.08	남	SCS 담당임원		성균관대
신동수	상무	1968.06	남	네트워크 지원팀 담당임원	기획팀 담당부장	서울대(碩士)
신승철	상무	1973.04	남	DS부문 중국총괄 담당임원		연세대
신현진	상무	1971.01	남	동남아총괄 인사팀장	미래전략실 인사지원팀 담당부장	경북대
안장혁	상무	1967.12	남	SEF 담당임원	미래전략실 전략1팀 담당부장	육사
엄재원	상무	1968.04	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원		연세대
에드윈	상무	1967.12	남	SELS법인장	SELS VP	TIAS Nimbass(碩士)
우영돈	상무대우	1974.01	남	법무실 법무팀 담당임원	무선 지원팀 담당임원	한양대
원성근	상무	1968.05	남	S.LSI제조센터 담당임원		경북대
위차이	상무	1966.04	남	TSE-S 담당임원	TSE-S VP	La Verne(碩士)
유병길	상무	1970.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	Virginia(碩士)
윤강혁	상무	1965.07	남	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업팀 담당부장	서강대
윤병관	상무	1970.11	남	SIEL-P(N) 담당임원	SIEL-P(N) 담당부장	구미1대
윤수정	상무대우	1969.01	여	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전 수석	Sch. of the Visual Arts(碩士)
윤승호	상무	1967.07	남	SEEG-S법인장		인하대
윤인수	상무대우	1974.11	남	법무팀 담당임원		Georgetown Univ.(碩士)
이광렬	상무	1969.02	남	구주총괄 CS팀장		한양대
이귀로	상무	1966.08	남	DS부문 인사팀 담당임원		동국대
이금찬	상무	1965.01	남	SERC 담당임원	Uzbekistan지점장	Pittsburgh(碩士)
이민	상무	1971.07	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	Southern California(碩士)
이상윤	상무	1968.09	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	경희대
이창섭	상무	1965.11	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대
이학민	상무	1972.04	남	지원팀 담당임원	글로벌지원팀 담당부장	서울대(碩士)
이호영	상무	1965.02	남	상생협력센터 업무팀 담당임원	상생협력센터 업무팀 담당부장	경희대
이황균	상무	1965.05	남	SEIN-P법인장	영상디스플레이 Global제조팀 담당 부장	성균관대
인석진	상무	1967.12	남	SCIC 담당임원	SCIC 담당부장	성균관대
임병택	상무	1968.10	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	경북대
임훈	상무	1967.01	남	S.LSI제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 수석	한국과학기술원(博士)
장단단	상무	1964.06	여	중국본사 담당임원	중국본사 VP	HOSEI UNIV.
장세연	상무	1967.01	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 수석	광운대
전병준	상무	1966.02	남	SESG법인장	Switzerland지점장	성균관대
전우성	상무	1964.03	남	생활가전 Global제조센터 담당임 원	생활가전 Global제조센터 담당부장	조선대
전은환	상무	1972.02	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	Purdue Univ.(碩士)
정순찬	상무	1965.02	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	건국대
정재웅	상무	1969.02	남	커뮤니케이션팀 담당임원	미래전략실 커뮤니케이션팀 담당부 장	국민대(碩士)
조명호	상무	1969.05	남	감사팀 담당임원	미래전략실 경영진단팀 담당부장	연세대(碩士)
조필주	상무	1971.07	남	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 감사팀 담당부장	서울대(博士)
주재완	상무	1968.02	남	CS환경센터 Global서비스팀 담당 임원	감사팀 담당부장	연세대(碩士)

지성혁	상무	1965.12	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당 임원	구주총괄 Enterprise Business팀 담 당부장	경희대
지우정	상무	1967.11	남	한국총괄 인사팀장	동남아총괄 인사팀장	고려대(碩士)
지형근	상무	1965.09	남	미래전략실 기획팀 담당임원	삼성물산 건설부문 담당부장	경희대
최현복	상무	1969.02	남	DS부문 지원팀 담당임원	미래전략실 전략1팀 담당부장	상해교통대(上海交通大)(碩士)
트레비스	상무	1966.09	남	SEA 담당임원	SEA VP	Arizona State Univ.
하영수	상무	1964.07	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	인하대
한상숙	상무	1966.07	여	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	Northwestern Univ.(碩士)
허석	상무	1973.10	남	System LSI 기획팀 담당임원	기술·혁신T/F 담당부장	Stanford Univ.(博士)
현경호	상무	1966.05	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	한양대
현상훈	상무	1965.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	Northwestern Univ.(碩士)
정철희	연구위원	1957.01	남	종합기술원 부원장	반도체연구소장	Michigan State Univ.(博士)
강인엽	연구위원	1963.07	남	System LSI SOC개발실장	System LSI Modem개발실장	Univ. of California, LA(博士)
고동진	연구위원	1961.03	남	무선 개발실장	무선 개발실 담당임원	Univ. of Sussex(碩士)
김창용	연구위원	1959.12	남	DMC연구소장	종합기술원 Future IT연구소장	한국과학기술원(博士)
정태성	연구위원	1960.11	남	종합기술원 Device & System연구 센터장	DS부문 기술전략팀장	Univ. of Wisconsin, Madison(博 士)
조승환	연구위원	1962.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 담당임원	한양대(碩士)
김희덕	연구위원	1963.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	광운대(碩士)
송현명	연구위원	1960.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 기구개발팀 담당임원	서울대(碩士)
정은승	연구위원	1960.08	남	반도체연구소장	System LSI TD팀 담당임원	Univ. of Texas, Arlington(博士)
김상학	연구위원	1963.01	남	생활가전 개발팀장	생활가전 선행개발팀장	아주대
김용식	연구위원	1957.01	남	생산기술연구소장	생산기술연구소 장비기술연구팀장	Purdue Univ.(博士)
박길재	연구위원	1966.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	연세대(碩士)
박동수	연구위원	1962.06	남	네트워크 개발팀장	네트워크 WiMAX개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
박성호	연구위원	1958.08	남	System LSI 기반설계실장	System LSI SOC개발실장	Univ. of Illinois, Chicago(碩士)
이효건	연구위원	1962.01	남	소프트웨어센터 S/W Platform팀 장	영상디스플레이 개발실장	한국과학기술원(博士)
정민형	연구위원	1961.01	남	의료기기 개발1팀장	IP센터 기술분석팀장	서울대
진교영	연구위원	1962.08	남	메모리 DRAM개발실장	반도체연구소 담당임원	서울대(博士)
최정혁	연구위원	1962.03	남	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash PA팀장	인하대
한종희	연구위원	1962.03	남	영상디스플레이 개발실장	영상디스플레이 개발실 담당임원	인하대
김용제	연구위원	1962.04	남	프린팅솔루션 개발팀장	DMC연구소 선행Device팀장	아주대(碩士)
윤종식	연구위원	1961.09	남	System LSI Foundry사업팀장	System LSI Foundry사업팀 담당임 원	Univ. of California, LA(博士)
장덕현	연구위원	1964.02	남	메모리 Solution개발실장	System LSI C&M개발팀 담당임원	Univ. of Florida(博士)
장혁	연구위원	1962.12	남	종합기술원 Material연구센터장	종합기술원 Emerging센터 담당임원	Univ. of Utah(博士)
전경훈	연구위원	1962.12	남	DMC연구소 차세대통신팀장	DMC연구소 IoT Solution팀장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博 士)
권도현	연구위원	1962.11	남	무선 개발실 담당임원	유럽연구소장	호주 아들레이드대(博士)
김옥현	연구위원	1960.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	Univ. of Alabama, Huntsville(博 士)
남병덕	연구위원	1959.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 이미징사업팀 이미징개발팀장	경북대(碩士)
성학경	연구위원	1960.11	남	글로벌기술센터 요소기술팀장	생산기술연구소 금형기술센터장	Tokyo Institute of Tech(博士)
소병세	연구위원	1962.09	남	SSIC 기술전략팀장	메모리 품질보증실장	Univ. of Wisconsin, Madison(博 士)
윤원주	연구위원	1962.02	남	네트워크 Global Service팀장	네트워크 Business Solution팀장	경북대
조재문	연구위원	1961.08	남	의료기기 개발2팀장	DMC연구소 Media SoC팀장	한국과학기술원(博士)

강도영	연구위원	1960.05	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	경북대(碩士)
강호규	연구위원	1961.09	남	반도체연구소 공정개발실장	반도체연구소 공정개발팀장	Stanford Univ.(博士)
김태식	연구위원	1958.10	남	무선 개발실 담당임원	소프트웨어센터 SE팀장	한국과학기술원(碩士)
박병하	연구위원	1960.04	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI MSC설계팀장	Georgia Inst. of Tech.(博士)
이원식	연구위원	1962.08	남	무선 UX혁신팀장	무선 개발실 담당임원	Texas A&M-College(碩士)
장영철	연구위원	1958.08	남	기흥/화성단지총괄 시스템기술팀장	메모리 시스템기술팀장	한양대
장용성	연구위원	1963.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	연세대(博士)
최규명	연구위원	1959.09	남	System LSI LSI개발실장	System LSI Design Technology팀장	Univ. of Pittsburgh(博士)
최영규	연구위원	1961.03	남	무선 개발실 담당임원	IT솔루션 PC개발팀장	서울대(碩士)
한백희	연구위원	1958.11	남	SRC-Nanjing연구소장	생활가전 개발팀장	경희대
강사윤	연구위원	1961.01	남	반도체연구소 담당임원	System LSI IPT팀장	Univ. of Colorado, Boulder(博士)
김정환	연구위원	1962.09	남	DS부문 소프트웨어연구소장	메모리 Flash Solution개발팀 담당임원	한양대
박영수	연구위원	1964.12	남	LED 선행개발팀장	종합기술원 수석	한국과학기술원(博士)
박재홍	연구위원	1965.01	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 기반설계센터장	Univ. of Texas, Austin(博士)
이상윤	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 수석	Stanford Univ.(博士)
장동훈	연구위원	1960.09	남	무선 개발실 담당임원	통신연구소 차세대기술팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
전재호	연구위원	1963.04	남	네트워크 개발팀 담당임원	통신연구소 차세대시스템연구팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
최승철	연구위원	1963.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	경희대
황정욱	연구위원	1965.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	인하대
경계현	연구위원	1963.03	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 DRAM설계팀 담당임원	서울대(博士)
김학상	연구위원	1966.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	Univ. of Massachusetts, Lowell(博士)
문제명	연구위원	1960.02	남	생활가전 개발팀 담당임원	공조솔루션사업팀 담당임원	홍익대
박윤상	연구위원	1963.06	남	무선 개발실 담당임원	DMC연구소 SoC Platform팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)
박재선	연구위원	1960.07	남	SRC-Guangzhou연구소장	무선 개발실 담당임원	단국대(碩士)
박현호	연구위원	1962.05	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	계명대
손재철	연구위원	1965.11	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)
신민철	연구위원	1966.02	남	무선 개발실 담당임원		서울대(碩士)
이덕형	연구위원	1961.12	남	System LSI LSI개발실 담당임원	반도체연구소 담당임원	서울대(博士)
이병준	연구위원	1963.06	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI AP개발팀 담당임원	서강대
이상훈	연구위원	1959.07	남	생활가전 메카솔루션팀장	생활가전 금형팀장	동아대
정재현	연구위원	1962.09	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	Univ. of Southern Carolina(博士)
천강욱	연구위원	1966.01	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 DTV선행개발T/F 담당임원	한국과학기술원(博士)
최시영	연구위원	1964.01	남	반도체연구소 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	The Ohio State Univ.(博士)
강원석	연구위원	1964.11	남	무선 개발실 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	한양대
김경준	연구위원	1965.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	한양대(碩士)
김준대	연구위원	1963.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
남석우	연구위원	1966.03	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 공정개발팀 담당임원	연세대(博士)
도영수	연구위원	1965.09	남	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대
박선홍	연구위원	1961.08	남	반도체연구소 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	Purdue Univ.(博士)
박인식	연구위원	1957.09	남	생활가전 차세대개발팀장	DMC연구소 ECO Solution팀장	서울대(碩士)
송두현	연구위원	1964.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 담당임원	서울대(博士)

신유균	연구위원	1965.02	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 공정개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
이재승	연구위원	1960.07	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	고려대(碩士)
이정배	연구위원	1967.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대(博士)
장성진	연구위원	1965.07	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	한국과학기술원(碩士)
채주락	연구위원	1964.08	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	경북대
최형식	연구위원	1958.06	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	인하대
황규철	연구위원	1964.09	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 상품기획팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
장의영	연구위원	1962.08	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 냉기개발팀 담당임원	경희대
양원석	연구위원	1963.06	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당임원	Duke Univ.(博士)
박원주	연구위원	1962.09	남	DS부문 소프트웨어연구소 담당임원	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	인하대
오윤제	연구위원	1962.08	남	SRR연구소장	DMC연구소 선행Device팀 담당임원	Rensselaer Polytechnic Inst.(博士)
이성덕	연구위원	1965.08	남	의료기기 개발1팀 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	광운대(碩士)
곽동원	연구위원	1961.07	남	SRI-Bangalore연구소장	무선 개발실 담당임원	Univ. of Texas, Arlington(博士)
김민구	연구위원	1964.08	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	서울대(博士)
김종일	연구위원	1963.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	한양대
김진기	연구위원	1961.05	남	기흥/화성단지총괄 시스템기술팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원	New Jersey Inst. of Technologies(碩士)
두석광	연구위원	1963.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Emerging센터 수석	서울대(博士)
이병국	연구위원	1965.11	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발실 담당임원	부산대
전병환	연구위원	1965.05	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서강대
정기태	연구위원	1965.09	남	반도체연구소 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대(博士)
최승범	연구위원	1964.12	남	미래전략실 전략1팀 담당임원	기술·혁신T/F장	한국과학기술원(碩士)
추신호	연구위원	1964.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	경북대
황윤일	연구위원	1963.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	정밀화학 전지소재사업단장	Carnegie Mellon Univ.(博士)
김정욱	연구위원	1966.07	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 수석	GEORGIA INST. OF TECH.(博士)
김종우	연구위원	1964.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 기구개발팀 담당부장	한양대
김형섭	연구위원	1966.01	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	Texas, Austin(博士)
김환	연구위원	1967.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	부산대
디페쉬	연구위원	1969.06	남	SRI-Bangalore 副연구소장	인도연구소 VP	Indian Inst. of Management, Bangalore(碩士)
박영관	연구위원	1965.11	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 CAE팀장	삼성전자기술대학(碩士)
박영우	연구위원	1962.11	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	인천대
박희선	연구위원	1969.10	여	소프트웨어센터 Big Data센터 담당임원	Media Solution센터 Big Data센터 담당임원	충북대(博士)
송재혁	연구위원	1967.08	남	SCS법인 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(博士)
오강환	연구위원	1961.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(碩士)
오수열	연구위원	1967.02	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 시스템개발팀 수석	한국과학기술원(碩士)
이동양	연구위원	1966.07	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
이운경	연구위원	1965.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	SCS법인 담당임원	한국과학기술원(碩士)
이윤태	연구위원	1962.09	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	프린팅솔루션 선행개발팀장	연세대(碩士)
이준현	연구위원	1965.05	남	DMC연구소 Multimedia Solution팀장	DMC연구소 M/M연구팀장	Cincinnati(博士)
이창선	연구위원	1968.10	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	고려대(碩士)

임경록	연구위원	1966.05	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	S.LSI담당 SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)
전영식	연구위원	1967.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대(碩士)
정도형	연구위원	1967.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	서울대(博士)
주창남	연구위원	1965.04	남	무선 개발실 담당임원	Media Solution센터 서비스개발팀장	성균관대
최진혁	연구위원	1967.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대(博士)
한진만	연구위원	1966.10	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대
홍형선	연구위원	1963.08	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	반도체연구소 담당임원	인하대(碩士)
구자흥	연구위원	1968.01	남	반도체연구소 담당임원	System LSI 공정개발 담당임원	North Carolina State Univ.(博士)
권영준	연구위원	1965.06	남	System LSI Foundry사업팀 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	Texas A&M Univ.(博士)
김성운	연구위원	1965.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 이미징사업팀 이미징개발팀 담당임원	Illinois, Chicago(博士)
김우석	연구위원	1964.07	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	IT솔루션 프린터개발팀 담당임원	연세대
김인수	연구위원	1963.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 S/W개발팀 수석	부산대
김주년	연구위원	1969.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 선행제품개발 수석	한양사이버대
김치욱	연구위원	1967.08	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	고려대(碩士)
김태연	연구위원	1965.04	남	네트워크 Global Service팀 담당임원	네트워크 Business Solution팀 담당임원	서강대(碩士)
박광일	연구위원	1971.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)
박두식	연구위원	1965.08	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	포항공대(碩士)
박성선	연구위원	1965.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 기구개발 수석	충남대
박호진	연구위원	1962.09	남	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI 기반설계센터 담당임원	한양대
서장석	연구위원	1967.08	남	무선 UX혁신팀 담당임원	DMC연구소 SE개발 수석	연세대(碩士)
서호수	연구위원	1966.07	남	무선 개발실 담당임원	무선 H/W개발 수석	경북대(碩士)
송효정	연구위원	1969.10	여	무선 개발실 담당임원	종합기술원 전문연구원	한국과학기술원(博士)
신재광	연구위원	1964.09	남	종합기술원 담당임원	종합기술원 Device연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
심대현	연구위원	1966.09	남	DMC연구소 선행Device팀장	SRPOL연구소장	Texas A&M Univ.(博士)
심상필	연구위원	1965.05	남	S.LSI제조센터 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
위평환	연구위원	1964.10	남	네트워크 Global Service팀 담당임원	네트워크 Business Solution팀 담당임원	부산대
윤상현	연구위원	1966.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 S/W개발 수석	삼성전자기술대학(碩士)
윤장현	연구위원	1968.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 S/W개발 수석	Georgia Inst. of Tech.(博士)
이상배	연구위원	1963.03	남	S.LSI제조센터 담당임원	System LSI TD팀 담당임원	광운대(博士)
이석준	연구위원	1965.07	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)
이준희	연구위원	1969.03	남	DMC연구소 담당임원	DMC연구소 Imaging System 부팀장	MIT(博士)
정상섭	연구위원	1966.11	남	S.LSI제조센터 담당임원	반도체연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
조성순	연구위원	1967.11	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
조성희	연구위원	1964.09	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	연세대
최길현	연구위원	1966.10	남	S.LSI제조센터 담당임원	반도체연구소 담당임원	한양대(碩士)
최명수	연구위원	1966.06	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한양대(碩士)
최윤준	연구위원	1967.09	남	LED 개발팀장	LED제조센터 담당임원	MIT(博士)
파룩	연구위원	1965.08	남	SRA-Dallas연구소장		VERSAILLE(博士)
한인택	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	서울대(博士)
간우영	연구위원	1965.08	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	한양대
강정석	연구위원	1966.02	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	서강대(碩士)

곽지영	연구위원	1970.08	여	디자인경영센터 UX센터 담당임원	DMC연구소 UX센터 담당임원	포항공대(博士)
권상덕	연구위원	1967.03	남	System LSI Foundry사업팀 담당 임원	System LSI Foundry사업팀 수석	서울대(博士)
권재욱	연구위원	1966.07	남	LED 전략마케팅팀 담당임원	LED 개발팀 담당임원	서울대(博士)
권창기	연구위원	1965.08	남	무선 개발실 담당임원	Media Solution센터 플랫폼개발팀 담 당임원	Columbia Univ.(碩士)
김경아	연구위원	1968.09	여	종합기술원 담당임원	종합기술원 Bio연구소 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(博士)
김동섭	연구위원	1968.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대
김석원	연구위원	1964.05	남	System LSI SOC개발팀 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	Virginia Tech(博士)
김요정	연구위원	1965.04	남	System LSI 제품기술팀장	System LSI 제품기술팀 수석	포항공대(碩士)
김용구	연구위원	1963.02	남	영상디스플레이 Global CS팀 담 당임원	SRI-Delhi연구소장	서울대
김정기	연구위원	1965.08	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대
김정식	연구위원	1970.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대(碩士)
김종선	연구위원	1964.08	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 개발실 수석	고려대(碩士)
김지화	연구위원	1967.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(碩士)
김태진	연구위원	1964.09	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 수석	연세대
류제형	연구위원	1974.02	남	글로벌기술센터 요소기술팀 담당 임원	생산기술연구소 금형기술센터 수석	한국과학기술원(博士)
문승도	연구위원	1968.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	Univ. of Southern California(博士)
박성용	연구위원	1969.02	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(博士)
박종애	연구위원	1965.08	여	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임 원	이화여대(博士)
백일섭	연구위원	1968.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	광운대
선경일	연구위원	1968.01	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 수석	한국과학기술원(碩士)
신상엽	연구위원	1963.06	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	IT솔루션 프린터개발팀 수석	한양대(碩士)
신왕철	연구위원	1965.05	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 개발실 수석	서강대
신현석	연구위원	1969.05	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	서강대(碩士)
안병진	연구위원	1966.02	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	포항공대(碩士)
유미영	연구위원	1968.07	여	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	포항공대(碩士)
유준영	연구위원	1967.09	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	성균관대
유현상	연구위원	1964.02	남	생활가전 개발팀 담당임원	TSE-P 수석	인하대
유호선	연구위원	1967.08	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(博士)
이남규	연구위원	1964.08	남	SRBD연구소장	인도연구소 수석	연세대(博士)
이동기	연구위원	1969.05	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 개발실 수석	California, San Diego(博士)
이시화	연구위원	1965.12	남	DMC연구소 Visual Processing팀 장	DMC연구소 Multimedia Solution팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
이준화	연구위원	1972.03	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(碩士)
임정규	연구위원	1963.01	남	무선 개발실 담당임원	IT솔루션 PC개발팀 수석	항공대
임준서	연구위원	1968.08	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 개발실 수석	한국과학기술원(博士)
정선태	연구위원	1965.07	남	DMC연구소 선행Device팀 담당임 원	DMC연구소 선행Device팀 수석	서울대(博士)
정해주	연구위원	1965.08	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	연세대
조수진	연구위원	1969.05	여	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(博士)
조창현	연구위원	1965.12	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	한국과학기술원(博士)
주재훈	연구위원	1964.11	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 개발실 수석	한양대
최경록	연구위원	1971.04	남	SRC-Tianjin연구소장	무선 개발실 담당임원	경북대(碩士)
최성호	연구위원	1970.04	남	DMC연구소 글로벌표준팀장	DMC연구소 STE팀장	한국과학기술원(博士)

허창완	연구위원	1968.04	남	SEV 담당임원	무선 개발실 담당임원	광운대
홍종서	연구위원	1966.11	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	고려대
강대철	연구위원	1965.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	인하대
강상기	연구위원	1968.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	서울대(博士)
강상범	연구위원	1969.02	남	반도체연구소 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(博士)
고홍석	연구위원	1968.11	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(博士)
김성훈	연구위원	1963.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	광운대
김용성	연구위원	1964.11	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	경북대
김우섭	연구위원	1964.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	고려대(博士)
김한규	연구위원	1965.09	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	프린팅솔루션 개발팀 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)
노원일	연구위원	1967.08	남	DMC연구소 차세대통신팀 담당임원	DMC연구소 IoT Solution팀 담당임원	Stanford Univ.(博士)
문창록	연구위원	1971.01	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 개발실 수석	서울대(博士)
박기철	연구위원	1971.05	남	System LSI Foundry사업팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 수석	서울대(博士)
박기태	연구위원	1971.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	Tohoku Univ.(博士)
박성준	연구위원	1971.01	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Device연구소 전문연구원	Stanford Univ.(博士)
박정훈	연구위원	1969.10	남	DMC연구소 Visual Processing팀 담당임원	DMC연구소 선행Device팀 담당임원	한양대(碩士)
박효순	연구위원	1965.03	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	연세대(博士)
서영주	연구위원	1964.08	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	성균관대
선호경	연구위원	1964.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	아주대
안수진	연구위원	1969.12	여	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	포항공대(博士)
안원익	연구위원	1970.07	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한국과학기술원(碩士)
안정착	연구위원	1970.12	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 개발실 수석	포항공대(博士)
안해원	연구위원	1963.05	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 수석	부산대(碩士)
양향자	연구위원	1967.04	여	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	성균관대(碩士)
오현석	연구위원	1967.09	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(博士)
이시영	연구위원	1972.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(碩士)
이영민	연구위원	1964.03	남	SRPOL연구소장	SRR연구소장	한국과학기술원(博士)
이은철	연구위원	1965.07	남	System LSI Foundry사업팀 담당임원	System LSI 제품기술팀 담당임원	광운대
이종열	연구위원	1970.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대(博士)
이주영	연구위원	1966.07	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	UCLA(博士)
이진욱	연구위원	1970.02	남	소프트웨어센터 Web&Cvergence팀 담당임원	소프트웨어센터 Service Platform팀 담당임원	Arizona State Univ.(博士)
임채환	연구위원	1971.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(博士)
장경훈	연구위원	1970.02	남	SRK연구소장	DMC연구소 차세대통신연구팀 수석	고려대(博士)
장세영	연구위원	1974.09	여	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한국과학기술원(博士)
전찬욱	연구위원	1966.05	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	연세대
정성욱	연구위원	1965.10	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	성균관대
조강용	연구위원	1964.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	삼성전자기술대학(碩士)
조규일	연구위원	1968.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	포항공대(碩士)
조상연	연구위원	1971.12	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	Univ. of Minnesota, Twin Cities(博士)
조장호	연구위원	1969.04	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	한국과학기술원(碩士)

지영배	연구위원	1962.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경기공전
최경세	연구위원	1969.04	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	서울대(博士)
최기환	연구위원	1970.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Univ. of Southern California(博士)
최병기	연구위원	1966.02	남	종합기술원 Material연구센터 담당 임원	종합기술원 Emerging소재센터 전문 연구원	Tokyo Institute of Tech(博士)
최승현	연구위원	1967.10	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	중앙대(碩士)
최용원	연구위원	1968.05	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	고려대(碩士)
최용훈	연구위원	1969.07	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	고려대
최윤희	연구위원	1968.07	여	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	포항공대(碩士)
키스호킨스	연구위원	1958.05	남	SAS 담당임원	SAS SVP	Univ. of Texas, Dallas(碩士)
허성희	연구위원	1969.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
허운행	연구위원	1969.08	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)
홍경현	연구위원	1963.01	남	글로벌기술센터 자동화기술팀 담 당임원	제조기술센터 자동화기술팀 담당부 장	영남대
홍기돈	연구위원	1965.01	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	경북대
황기현	연구위원	1967.06	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	서울대(博士)
김광연	연구위원	1965.07	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	연세대(碩士)
김동욱	연구위원	1965.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대(博士)
김두일	연구위원	1971.07	남	소프트웨어센터 S/W Platform팀 담당임원	소프트웨어센터 S/W Platform팀 수 석	경북대
김명철	연구위원	1968.09	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	한국과학기술원(博士)
김영집	연구위원	1971.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한국과학기술원(碩士)
김윤영	연구위원	1966.01	남	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 수석	아주대
김한석	연구위원	1967.12	남	SRC-Shenzhen연구소장	네트워크 개발팀 수석	Illinois, Urbana-Champaign(博士)
류수정	연구위원	1971.10	여	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센 터 수석	GEORGIA INST. OF TECH.(博士)
문용운	연구위원	1969.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	서강대(碩士)
문준	연구위원	1974.06	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(博士)
민이규	연구위원	1966.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대(博士)
민종술	연구위원	1968.03	남	DMC연구소 Multimedia Solution팀 담당임원	DMC연구소 수석	고려대(碩士)
박찬익	연구위원	1972.04	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(博士)
변준호	연구위원	1972.07	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	Southern Illinois Univ.(博士)
손민영	연구위원	1965.03	남	LED 개발팀 담당임원	LED 개발팀 수석	중앙대
송호건	연구위원	1966.01	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	California, Berkeley(博士)
신경섭	연구위원	1968.09	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	California, Berkeley(博士)
알록나스데	연구위원	1962.11	남	SRI-Bangalore 담당임원	SRI-Bangalore SVP	Mcgill Univ.(博士)
이근호	연구위원	1970.02	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	한국과학기술원(博士)
이상재	연구위원	1965.12	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	홍익대
이용구	연구위원	1967.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	서강대(博士)
이제석	연구위원	1969.01	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	연세대(碩士)
이종배	연구위원	1966.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대(碩士)
임종형	연구위원	1969.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대
장우석	연구위원	1971.01	남	DS부문 소프트웨어연구소 담당임 원	DS부문 소프트웨어연구소 수석	서울대(碩士)
장재훈	연구위원	1969.07	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한국과학기술원(博士)
조재학	연구위원	1965.10	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	홍익대

조해정	연구위원	1967.11	여	DMC연구소 IoT & Communications팀 담당임원	DMC연구소 IoT Solution팀 담당임원	포항공대(博士)
최창규	연구위원	1970.03	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 수석	한국과학기술원(博士)
탁승식	연구위원	1965.04	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	성균관대
프라나브	연구위원	1981.05	남	SRA 담당임원	SRA-SV VP	Massachusetts Inst. of Tech.(MIT)(博士)
한규한	연구위원	1966.02	남	메모리 기획팀 담당임원	DS부문 미주총괄 수석	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)
한호성	연구위원	1971.06	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	프린팅솔루션 개발팀 수석	연세대(碩士)
황상준	연구위원	1972.01	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(博士)
강건모	연구위원	1956.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 이미징사업팀 이미징개발팀 담당임원	연세대
강병창	연구위원	1956.03	남	인재개발원 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	Univ. of Minnesota, Twin Cities(博士)
강정엽	연구위원	1968.12	남	무선 개발실 담당임원		Univ. of Southern California(博士)
권오상	연구위원	1967.04	남	무선 개발실 담당임원		Univ. of Texas, Austin(博士)
김경태	연구위원	1966.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)
김기남	연구위원	1964.08	남	DMC연구소 ECO Solution팀 담당임원		Stevens Inst. of Tech.(博士)
김대영	연구위원	1967.01	남	네트워크 Global Service팀 담당임원		Stanford Univ.(博士)
김석호	연구위원	1958.04	남	무선 개발실 담당임원	DMC연구소 SoC Platform팀 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(博士)
김성한	연구위원	1967.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
김세진	연구위원	1963.08	남	무선 개발실 담당임원	메모리 상품기획팀 수석	성균관대
김연배	연구위원	1958.06	남	SRBR연구소장	영상디스플레이 개발실 담당임원	Tokyo Univ.(博士)
김용재	연구위원	1972.03	남	영상디스플레이 개발실 담당임원		서강대(碩士)
김이환	연구위원	1968.12	남	반도체연구소 담당임원		California, Berkeley(博士)
김종수	연구위원	1962.08	남	기흥/화성단지총괄 담당임원	반도체연구소 담당임원	東北大學(동북대-Tohoku Univ.)(博士)
김중호	연구위원	1969.02	남	무선 개발실 담당임원		Georgia Inst. of Tech.(博士)
김지희	연구위원	1965.08	여	소프트웨어센터 Intelligence Solution팀 담당임원		Southern California(博士)
김창흥	연구위원	1960.08	남	네트워크 개발팀 담당임원		Univ. of Rhode Island(博士)
김태성	연구위원	1968.12	남	무선 개발실 담당임원		한국과학기술원(博士)
김태용	연구위원	1973.01	남	무선 개발실 담당임원		Univ. of Southern California(博士)
김형석	연구위원	1968.08	남	무선 개발실 담당임원		연세대(碩士)
김홍석	연구위원	1976.05	남	소프트웨어센터 담당임원		Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(博士)
리후	연구위원	1954.06	남	의료기기 개발1팀 담당임원	의료기기 개발팀 담당임원	Hokkaido Univ.(碩士)
문용석	연구위원	1963.08	남	소프트웨어센터 SE팀장	SRUK연구소장	Univ. of Minnesota, Twin Cities(博士)
박상봉	연구위원	1969.01	남	생산기술연구소 담당임원		한국과학기술원(博士)

박상철	연구위원	1949.03	남	종합기술원 Well-Aging연구센터 장		서울대(博士)
박용인	연구위원	1964.04	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 차세대제품개발팀장	연세대(碩士)
박용중	연구위원	1958.09	남	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 냉기개발팀장	Universitat Karlsruhe(博士)
박은성	연구위원	1960.07	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Bio연구소 담당임원	Alfred Univ.(博士)
박재현	연구위원	1968.06	남	무선 개발실 담당임원	Media Solution센터 플랫폼개발팀장	포항공대(碩士)
박태성	연구위원	1964.06	남	DMC연구소 IoT Solution팀 담당 임원	DMC연구소 IoT Solution팀 담당임원	광운대(博士)
박한결	연구위원	1969.09	남	DMC연구소 담당임원		California Inst. of Tech.(博士)
백순철	연구위원	1963.02	남	무선 개발실 담당임원		Texas A&M Univ.(博士)
변영기	연구위원	1961.08	남	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 개발실 담당임원	항공대
사카이	연구위원	1948.04	남	의료기기 개발1팀 담당임원	의료기기 개발팀 담당임원	Waseda Univ.(碩士)
서상범	연구위원	1964.02	남	소프트웨어센터 S/W Platform팀 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임 원	Cambridge Univ.(博士)
서해규	연구위원	1963.07	남	TSEC 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	경북대
손석민	연구위원	1971.10	남	영상디스플레이 개발실 담당임원		Northern Valley Regional High School
시라미즈요시 미	연구위원	1959.01	여	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당임원	이바라기대
신승혁	연구위원	1968.01	남	무선 개발실 담당임원		Polytechnic Univ. of NY(博士)
심은수	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임 원	Columbia Univ.(博士)
쓰칭루	연구위원	1964.12	남	생산기술연구소 담당임원		청화대(博士)
아오야마시게 루	연구위원	1960.07	남	LED 선행개발팀 담당임원	LED 선행개발팀 담당임원	Osaka Univ.(博士)
양장규	연구위원	1963.09	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
영동철	연구위원	1963.04	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	연세대
오부근	연구위원	1967.12	남	무선 개발실 담당임원		한양대(博士)
오오츠카	연구위원	1959.02	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	프린팅솔루션 요소기술팀장	Kyoto Univ.
윤병휘	연구위원	1961.08	남	DS부문 인사팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	경북대
윤정남	연구위원	1965.07	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(博 士)
윤종밀	연구위원	1963.05	남	System LSI Foundry사업팀 담당 임원	System LSI Foundry사업팀 수석	서울대
윤진수	연구위원	1964.02	남	소프트웨어센터 Big Data센터장	Media Solution센터 Big Data센터장	한국과학기술원(博士)
이경운	연구위원	1964.12	남	소프트웨어센터 Web & Convergence팀장	소프트웨어센터 Service Platform팀 장	서울대
이남노	연구위원	1963.02	남	네트워크 개발팀 담당임원	서남야총괄 담당임원	중앙대
이병길	연구위원	1967.03	남	DMC연구소 담당임원		Univ. of Texas, Austin(博士)
이상열	연구위원	1963.03	남	무선 개발실 담당임원	Media Solution센터 시스템운영팀장	서울대
이상현	연구위원	1966.05	남	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI 기반설계센터 담당임원	서울대(博士)
이승준	연구위원	1963.07	남	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	인하대
이시즈카	연구위원	1951.08	남	프린팅솔루션 개발팀 팀장	IT솔루션 PRT선행개발팀장	일본대
이신영	연구위원	1964.01	남	DMC연구소 담당임원	DMC연구소 R&D Solution 담당임원	한국과학기술원(博士)
이용만	연구위원	1958.04	여	무선 개발실 담당임원		서울대(博士)
이용진	연구위원	1964.11	남	무선 개발실 담당임원		Stanford Univ.(博士)
이운섭	연구위원	1957.10	남	생활가전 C&M사업팀 담당임원	공조솔루션사업팀 담당임원	부경대(博士)

이원석	연구위원	1967.10	남	소프트웨어센터 Cloud Platform팀 장	소프트웨어센터 Intelligence Solution팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)
이인종	연구위원	1965.01	남	무선 개발실 담당임원		Univ. of North Carolina, Chapel Hill(博士)
이재준	연구위원	1969.08	남	무선 개발실 담당임원		MIT(碩士)
이종현	연구위원	1966.12	남	무선 개발실 담당임원		Cambridge Univ.(博士)
이주한	연구위원	1964.06	남	소프트웨어센터 담당임원	소프트웨어센터 Intelligence Solution팀 담당임원	North Carolina State Univ.
이진언	연구위원	1967.07	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 기반설계센터 담당임원	한국과학기술원(博士)
임경원	연구위원	1967.07	남	영상디스플레이 개발실 담당임원		한국과학기술원(博士)
임희태	연구위원	1966.11	남	생활가전 개발팀 담당임원		부산대(博士)
장동섭	연구위원	1962.11	남	글로벌기술센터 요소기술팀 담당 임원	생산기술연구소 금형기술센터 수석 임원	The Ohio State Univ.(博士)
장문석	연구위원	1967.09	남	네트워크 개발팀 담당임원	소프트웨어센터 Cloud Solution팀 담 당임원	서울대(博士)
전승범	연구위원	1962.03	남	종합기술원 Material연구센터 담당 임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	Akron(博士)
정영기	연구위원	1958.03	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	New York Univ.(碩士)
조병학	연구위원	1967.03	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	California, Berkeley(博士)
조용덕	연구위원	1966.01	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	Univ. of Surrey(博士)
조원모	연구위원	1963.03	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	IT솔루션 Copier개발팀 담당임원	한양대(碩士)
최돈철	연구위원	1961.04	남	안식년	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	성균관대(碩士)
최병일	연구위원	1964.04	남	반도체연구소 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임 원	한국과학기술원(博士)
최재영	연구위원	1965.05	남	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	Virginia Tech(博士)
최정아	연구위원	1964.10	여	네트워크 개발팀 담당임원		Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(博士)
최정연	연구위원	1963.07	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임 원	Imperial Coll. of Science and Tech.(博士)
최종덕	연구위원	1955.02	남	소프트웨어센터 副센터장	소프트웨어센터 S/W Platform팀장	Univ. of Wisconsin, Madison(博 士)
토모야스	연구위원	1961.01	남	반도체연구소 담당임원		Tokyo Univ.
함익대	연구위원	1964.11	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	네트워크 Internet Infra사업팀 수석	연세대
황성우	연구위원	1962.08	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Device연구소 담당임원	Princeton Univ.(博士)
강데이빗	전문위원	1973.06	남	무선 전략마케팅실 담당임원		Univ. of Michigan, Ann Arbor
강동석	전문위원	1968.11	남	종합기술원 기획팀 담당임원	디자인경영센터 UX센터장	포항공대(博士)
강옥래	전문위원	1961.09	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대
구윤모	전문위원	1962.07	남	무선 개발실 담당임원		Texas A&M Univ.(碩士)
구준모	전문위원	1967.04	남	법무실 준법지원팀 담당임원	구주총괄 법무지원팀 담당임원	George Washington Univ.(碩士)
그레고리	전문위원	1968.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원		York University, Toronto(碩士)
김광덕	전문위원	1962.08	남	생활가전 Global제조센터 담당임 원	생활가전 Global제조센터 담당부장	전남과학대
김도현	전문위원	1966.11	남	글로벌협력팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(碩士)
김상윤	전문위원	1969.02	남	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 서비스전략팀 담당 임원	Univ. of California, Riverside
김성윤	전문위원	1966.10	남	법무실 IP센터 IP법무팀 담당임원	IP법무팀 책임변호사	Harvard Univ.(碩士)
김성현	전문위원	1959.10	남	글로벌기술센터 제조혁신팀 담당 임원	DS부문 OMS운영팀장	아주대

김영대	전문위원	1968.08	남	무선 전략마케팅실 담당임원	글로벌B2B센터 담당임원	Salem State University
김영찬	전문위원	1966.02	남	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 서비스전략팀 담당임원	서강대(碩士)
김영환	전문위원	1958.12	남	무선 제품기술팀장	무선 개발팀장	경북대
김옥기	전문위원	1961.10	남	SIEL-P(C)공장장	생활가전 냉기제조그룹장	성균관대
김윤식	전문위원	1967.05	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원		고려대
김윤우	전문위원	1966.05	남	상생협력아카데미 담당임원	삼성메디슨 인사팀장	건국대
김은석	전문위원	1972.06	남	Global Innovation센터 담당임원	Open Innovation센터 담당부장	Northwestern Univ.(碩士)
김진태	전문위원	1959.03	남	상생협력센터 상생협력팀장		청주대(碩士)
김태형	전문위원	1972.09	남	법무실 IP센터 라이선싱팀 담당임원	법무실 IP센터 라이선싱팀 책임변호사	Harvard Univ.(碩士)
김학설	전문위원	1958.10	남	SRJ 담당임원	요코하마연구소 담당임원	아주대(碩士)
데이빗은	전문위원	1967.01	남	Global Innovation센터장	Open Innovation센터장	Harvard Univ.(碩士)
로빈비양페	전문위원	1959.09	여	IM부문장 보좌역		Georgia Inst. of Tech.(碩士)
류인	전문위원	1961.06	남	재경팀 담당임원	의료기기 지원팀장	서울대
릭세갈	전문위원	1957.12	남	무선 전략마케팅실 담당임원		Munich American High School
마츠오카	전문위원	1957.02	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원		多摩美術大
민소영	전문위원	1967.07	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원		Cranfield Sch. of Management(碩士)
민은주	전문위원	1968.08	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Univ. of Connecticut(博士)
박성모	전문위원	1961.02	남	CS환경센터 품질혁신팀 담당임원	CS환경센터 품질혁신팀 담당부장	홍익대
박승건	전문위원	1957.07	남	미래기술육성센터장	IP센터 IP전략팀장	서울대
박용직	전문위원	1957.06	남	DS부문 인사팀 담당임원	메모리 연구팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
박원	전문위원	1966.10	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	IT솔루션 PC전략마케팅팀 담당임원	Univ.of PARIS XII(碩士)
박은주	전문위원	1964.07	남	기흥/화성단지총괄 환경안전팀장	기흥/화성단지총괄 환경안전팀 담당임원	서울과학기술대
박정준	전문위원	1970.06	남	영상전략마케팅팀 담당임원		Cranfield Univ.(碩士)
샘베이커	전문위원	1967.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	Rollins College(碩士)
손정환	전문위원	1958.01	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	국내영업 마케팅팀 담당임원	연세대
송병인	전문위원	1961.06	남	생활가전 Global제조센터 담당임원	생활가전 Global제조센터 담당부장	충주공전
송인숙	전문위원	1974.01	여	의료기기 전략마케팅팀 담당임원		The Johns Hopkins Univ.(博士)
신기호	전문위원	1961.10	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
신민재	전문위원	1972.09	남	법무실 IP센터 IP법무팀 담당임원	IP센터 IP법무팀 책임변호사	Harvard Univ.(碩士)
심수옥	전문위원	1962.01	여	글로벌마케팅실 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	이화여대
심제이	전문위원	1960.02	남	법무실 IP센터 기술분석팀장	IP센터 라이선싱팀 담당임원	Boston Univ.(博士)
안병철	전문위원	1957.06	남	스포츠과학지원실장	스포츠과학지원실장	Chiba Univ.(博士)
앤드류고	전문위원	1971.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원		University of Maryland
연경열	전문위원	1963.03	남	프린팅솔루션 담당임원	삼성정밀화학 전자소재사업부장	Univ. of Wisconsin, Madison(博士)
오준호	전문위원	1961.06	남	글로벌기술센터 제조기술팀장	SDMA법인장	한양대
유병호	전문위원	1966.03	남	법무실 IP센터 IP전략팀 담당임원	법무실 IP센터 기술분석팀 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(碩士)
유승규	전문위원	1962.01	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	연세대(碩士)
유영복	전문위원	1954.06	남	SEVT법인장	SEVT법인장	인천전문대

윤대균	전문위원	1961.03	남	무선 전략마케팅실 담당임원	Media Solution센터 서비스마케팅팀 장	Univ. of South Carolina(博士)
윤진	전문위원	1961.04	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당 임원	IT솔루션 PRT전략마케팅팀 담당임원	Hogere Technisch School
윤대식	전문위원	1969.04	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원		연세대(碩士)
윤희중	전문위원	1961.01	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	LED 마케팅팀장	Purdue Univ.(碩士)
이경성	전문위원	1961.05	남	SEVT 담당임원	환경안전센터 Global환경안전팀장	Univ. of Sheffield(碩士)
이관민	전문위원	1972.02	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임 원	영상디스플레이 상품기획팀 담당임 원	Stanford Univ.(博士)
이기남	전문위원	1961.08	남	SEEG-P법인장	SEH-P 담당부장	항공대
이기웅	전문위원	1960.02	남	육상연맹(파견)	LCD 인사팀장	한양대
이기학	전문위원	1961.08	남	환경안전센터 수원환경안전팀장	CS경영 제품환경팀장	성균관대(碩士)
이돈태	전문위원	1968.09	남	디자인경영센터 글로벌디자인팀장		연세대(博士)
이병식	전문위원	1958.04	남	SSET법인장	SSKMT법인장	청화대(碩士)
이성웅	전문위원	1960.09	남	중국IPC장	상생협력센터 구매전략 담당부장	광운대
이수철	전문위원	1963.08	남	기흥/화성단지총괄 담당임원	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터장	서강대
이원진	전문위원	1967.08	남	영상디스플레이 Service Business팀장	영상디스플레이 서비스전략팀장	Purdue Univ.(碩士)
이재일	전문위원	1962.03	남	창의개발센터장	인재개발센터장	광운대
이재철	전문위원	1957.04	남	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당임원	DS부문 Infra기술센터 담당임원	서울대
이재형	전문위원	1957.08	남	TSEC법인장	영상디스플레이 PDP일류화T/F장	경북대
이준규	전문위원	1966.01	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	네트워크사업부 I/I사업팀 담당부장	연세대
이지수	전문위원	1976.02	남	무선 UX혁신팀 담당임원		Georgia Inst. of Tech.(博士)
이태성	전문위원	1958.06	남	안식년	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임 원	송실대
이태희	전문위원	1963.05	남	SDMA법인장	영상디스플레이 개발실 담당임원	영남대(碩士)
이현율	전문위원	1974.02	여	무선 UX혁신팀 담당임원		MIT(博士)
장영인	전문위원	1961.10	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임 원	상생물산 기획실 담당임원	계명대
장호진	전문위원	1970.09	남	법무실 IP센터 라이선싱팀 담당임 원	IP센터 라이선싱팀 책임변호사	Duke Univ.(碩士)
전승원	전문위원	1972.02	남	영상전략마케팅팀 담당임원		한국외국어대
전창록	전문위원	1965.12	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(碩士)
정광영	전문위원	1959.08	남	SESC 담당임원	IT솔루션 Global CS팀장	경북대(碩士)
정정규	전문위원	1958.11	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당임원	영남대
정지호	전문위원	1961.01	남	SSDP법인장	IT솔루션 제조 담당부장	경북대
제이콥탄	전문위원	1958.09	남	LED 엔진사업팀장		North Carolina State Univ.(博士)
제임스오	전문위원	1966.07	남	DS부문 SSIC 담당임원	전략T/F 담당임원	Columbia Univ.(碩士)
조지현	전문위원	1961.06	남	상생협력센터 상생협력팀 담당임 원	상생협력센터 상생협력팀 담당부장	아주대(博士)
지성용	전문위원	1963.02	남	상생협력아카데미 담당임원	영상디스플레이 기술기획그룹장	인하대
지세근	전문위원	1962.10	남	경력컨설팅센터장	경력컨설팅센터장	서울디지털대
지영조	전문위원	1959.07	남	기획팀장	DMC 기획팀장	Brown Univ.(博士)
진재형	전문위원	1970.01	남	네트워크 담당임원		연세대(碩士)
차승규	전문위원	1961.08	남	무선 Global CS팀 담당임원	CS환경센터 담당부장	광운대
최근영	전문위원	1960.10	남	CS환경센터 품질혁신팀 담당임원	구주 ECC 담당부장	한국과학기술원(碩士)
최봉석	전문위원	1967.03	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 책임변호사	Georgetown Univ.(碩士)

최수호	전문위원	1963.02	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	California State Univ., Sacramento(碩士)
최의경	전문위원	1971.05	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원		고려대(碩士)
최종원	전문위원	1962.12	남	법무실 준법지원팀 담당임원	해외법무팀 담당임원	Northwestern Univ.(碩士)
탁정욱	전문위원	1964.03	남	글로벌마케팅실 B2B전략팀 담당 임원	글로벌마케팅실 B2B전략팀장	서울대
토마스고	전문위원	1970.11	남	무선 개발실 담당임원		Univ. of Virginia
피오승커	전문위원	1961.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원		California State Univ., Northridge(碩士)
한석재	전문위원	1960.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원		Northwestern Univ.(碩士)
한장수	전문위원	1970.02	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 책임변호사	State Univ. of New York, Buffalo(博士)
한정화	전문위원	1965.01	여	무선 전략마케팅실 담당임원		Mount Holyoke Coll.
홍석현	전문위원	1963.02	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임 원	SSI 담당임원	건국대
홍순용	전문위원	1961.06	남	SEV 담당임원	생활가전 Global제조센터 담당부장	아주대(碩士)
홍익표	전문위원	1970.12	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 마케팅 담당부장	항공대

※ 상기 미등기임원 현황은 2015년 3분기말 재직 기준임

※ 미등기 임원 보유 주식수 : 보통주(의결권 있는 주식) 5,902,571주 / 우선주(의결권 없는 주식) 14,202주

(이건희 회장 보통주 4,985,464주, 우선주 12,398주, 이재용 부회장 보통주 840,403주 등)

※ 미등기 임원 보유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2015년 반기말 기준이며,

이후 변동 현황은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

라. 미등기임원의 변동

보고기간 종료일 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	직위	성명	출생년월	성별	담당업무	사유
신규선임	연구위원	이근배	1961.03	남	소프트웨어센터 Intelligence Solution팀장	경력입사
	전문위원	윤구	1970.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	경력입사
퇴임	전문위원	그레고리	1968.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원	의원면직
	연구위원	염동철	1963.04	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	의원면직
	전문위원	전승원	1972.02	남	영상전략마케팅팀 담당임원	의원면직
	전문위원	샘베이커	1967.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	의원면직

마. 직원의 현황

(기준일 : 2015년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수				평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	비고
		정규직	계약직	기 타	합 계				
CE	남	16,902	442	-	17,344	11.5	-	-	-
CE	여	3,277	315	-	3,592	6.8	-	-	-
IM	남	18,727	340	-	19,067	10.3	-	-	-
IM	여	7,342	217	-	7,559	7.7	-	-	-
DS	남	29,694	255	-	29,949	10.1	-	-	-
DS	여	13,031	310	-	13,341	9.3	-	-	-
기타	남	5,715	279	-	5,994	13.0	-	-	-
기타	여	1,374	337	-	1,711	7.7	-	-	-
성별합계	남	71,038	1,316	-	72,354	10.7	4,679,407	64	-
성별합계	여	25,024	1,179	-	26,203	8.4	1,148,735	43	-
합 계		96,062	2,495	-	98,557	10.1	5,828,142	59	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는
근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.

※ 상기 직원의 수는 본사기준이며 사내이사(4명) 제외 기준입니다.

※ 1인 평균급여액은 연간 평균인원 99,400명(남: 72,862명, 여: 26,538명) 기준으로
산출하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

<이사·감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	4	-	-
사외이사	2	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	9	39,000	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로, 당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.

2. 보수지급금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사	4	10,017	2,504	-
사외이사	2	132	66	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	190	63	-
계	9	10,339	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

<이사·감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
권오현	대표이사	3,820	-
윤부근	대표이사	2,341	-
신종균	대표이사	2,289	-
이상훈	이사	1,567	-

※ 개인별 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 근로소득, 기타소득, 퇴직소득을 합산한 금액입니다.

2. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법
대표이사 권오현	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수총액 38억2천만원 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 근로소득 <ul style="list-style-type: none"> ·급여 : 15억6천2백만원(월급여로 구성) ·상여 : 22억3천3백만원(설/추석상여, 목표/장기성과인센티브로 구성) ·주식매수선택권 행사이익 : 해당사항 없음 ·기타 근로소득 : 2천4백만원 - 퇴직소득 : 해당사항 없음 - 기타소득 : 해당사항 없음 ○ 보수 산정기준 및 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 - 상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 <ul style="list-style-type: none"> ·설/추석상여 : 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 0~200% 내에서 年2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3年間 분할지급 - 기타근로소득 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 <ul style="list-style-type: none"> ·복리후생 포함

<p>대표이사 윤부근</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수총액 23억4천1백만원 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 근로소득 <ul style="list-style-type: none"> ·급여 : 12억9천6백만원(월급여로 구성) ·상여 : 10억2백만원(설/추석상여, 목표/장기성과인센티브로 구성) ·주식매수선택권 행사이익 : 해당사항 없음 ·기타 근로소득 : 4천3백만원 - 퇴직소득 : 해당사항 없음 - 기타소득 : 해당사항 없음 ○ 보수 산정기준 및 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 - 상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 <ul style="list-style-type: none"> ·설/추석상여 : 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 0~200% 내에서 年2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3年 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3年間 분할지급 - 기타근로소득 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ·복리후생 포함
<p>대표이사 신종균</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수총액 22억8천9백만원 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 근로소득 <ul style="list-style-type: none"> ·급여 : 12억9천6백만원(월급여로 구성) ·상여 : 9억8천4백만원(설/추석상여, 목표/장기성과인센티브로 구성) ·주식매수선택권 행사이익 : 해당사항 없음 ·기타 근로소득 : 9백만원 - 퇴직소득 : 해당사항 없음 - 기타소득 : 해당사항 없음 ○ 보수 산정기준 및 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 - 상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 <ul style="list-style-type: none"> ·설/추석상여 : 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 0~200% 내에서 年2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3年 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3年間 분할지급 - 기타근로소득 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ·복리후생 포함

<p>이 사 이상훈</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수총액 15억6천7백만원 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 근로소득 <ul style="list-style-type: none"> ·급여 : 8억4천2백만원(월급여로 구성) ·상여 : 6억6천8백만원(설/추석상여, 목표/장기성과인센티브로 구성) ·주식매수선택권 행사이익 : 해당사항 없음 ·기타 근로소득 : 5천6백만원 - 퇴직소득 : 해당사항 없음 - 기타소득 : 해당사항 없음 ○ 보수 산정기준 및 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 - 상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 <ul style="list-style-type: none"> ·설/추석상여 : 월급여 100% 지급 ·목표인센티브 : 부서별 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 0~200% 내에서 年2회 분할지급 (조직별 성과에 따라 가감지급) ·장기성과인센티브 : ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3年 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3年間 분할지급 - 기타근로소득 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ·복리후생 포함
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

나. 주식선택권의 부여 및 행사현황

1. 이사·감사에게 부여한 주식매수선택권

구분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	4	-	-
사외이사	2	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	9	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

2. 그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권

2015년 3분기말 현재 누적기준 미행사 주식매수선택권의 가중평균 행사가격은 606,700원입니다.

(가중평균 행사가격 = (회차별 미행사주식수 × 회차별 행사금액)의 합계액 ÷ 미행사주식의 총수)

[2015년 3분기말 현재]

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	변동수량			미행사 수량	행사기간	행사 가격
					부여	행사	취소			
곽영수 외1명	-	2005년 12월 20일	자기주식 교부	보통주	10,000	5,000	-	5,000	'07.12.21~'15.12.2 0	606,700

※ 2015년 9월 30일 현재 종가는 1,134,000원이며, '관계'는 보고서 작성일(2015년 3분기말) 기준입니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

- 기업집단의 명칭 : 삼성

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 2015년3분기말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 8개 회사(레이, 삼성에스지엘탄소소재, 삼성종합화학, 삼성토탈, 송도랜드마크시티, 구 삼성물산, 한화탈레스, 한화테크윈)가 감소하고, 3개 회사(삼성생명금융서비스보험대리점, 에이치디씨신라면세점, 코어브릿지컨설팅)이 증가하여 64개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 48개사입니다.

(2015.9.30. 현재)

구 분	회사수	회 사 명
상장사	16	삼성물산, 삼성전자, 삼성에스디아이, 삼성전기, 삼성중공업, 호텔신라, 삼성카드, 삼성생명보험, 삼성화재해상보험, 삼성증권, 삼성정밀화학, 삼성엔지니어링, 에스원, 제일기획, 삼성에스디에스, 크레듀
비상장사	48	삼성라이온즈, 삼성경제연구소, 스테코, 세메스, 삼성전자판매, 삼성전자서비스, 삼성전자로지텍, 한덕화학, 씨브이네트, 올엣, 시큐아이, 오픈타이드코리아, 삼성선물, 삼성벤처투자, 삼성자산운용, 생보부동산신탁, 에스디플렉스, 삼성화재애니카손해사정, 삼성화재서비스손해사정, 수원삼성축구단, 에스코어, 휴먼티에스에스, 에스원씨알엠, 오픈핸즈, 에스엔폴, 삼성메디슨, 삼성바이오로직스, 에스티엠, 누리솔루션, 콜롬보코리아, 미라콤아이앤씨, 삼성생명서비스손해사정, 에스유머티리얼스, 네추럴나인, 삼성디스플레이, 삼성바이오에피스, 삼성코닝어드밴스드글라스, 대정해상풍력발전, 삼성에스알에이자산운용, 삼성웰스토리, 정암풍력발전, 삼성카드고객서비스, 서울레이크사이드, 신라스테이, 삼우종합건축사사무소, 에이치디씨신라면세점, 삼성생명금융서비스보험대리점, 코어브릿지컨설팅
計	64	

※ 제일모직은 삼성물산을 흡수합병 후 사명을 삼성물산으로 변경

2. 관계기업 및 자회사의 지분현황

피출자회사 출자회사	삼성 물산	삼성 전자	삼성 SDI	삼성 전기	삼 성 중공업	호텔 신라	삼성 엔지니어링	제일 기획	삼성 정밀화학	에스원	삼성 SDS	한덕 화학	삼성 라이온즈
삼성물산		4.1			0.1		7.8	12.6	5.6		17.1		9.5
삼성전자			19.6	23.7	17.6	5.1		12.6	8.4		22.6		27.5
삼성SDI	4.8				0.4	0.1	13.1		14.7	11.0			15.0
삼성전기	2.6				2.4				0.3				12.5
삼성중공업													
제일기획					0.1								3.0
삼성정밀화학												50.0	
호텔신라									2.2				
에스원													
삼성경제연구소													
삼성SDS													
삼성생명보험	0.0	7.5	0.2	0.1	3.4	7.9	0.0	0.2	0.0	6.1	0.0		
삼성화재해상보험	1.4	1.3					1.1			1.0			
삼성증권						3.1				1.3			
삼성카드						1.3		3.0		1.9			
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
오픈타이드코리아													
합	8.8	12.9	19.7	23.8	24.1	17.4	22.0	28.4	31.1	21.3	39.7	50.0	67.5

※ 단위는 %, 기준일은 2015년 3분기말이며 보통주 기준임

피출자회사 출자회사	삼성 경제 연구소	스테코	세메스	삼성 전자 서비스	삼성 전자 판매	수원 삼성 축구단	삼성 전자 로지텍	삼성 디스플레이	삼성 메디슨	삼성 바이오 로직스	삼성 바이오 에피스	삼성코닝 어드밴스 드글라스	에스유머 티리얼스
삼성물산	1.0									51.0			
삼성전자	29.8	70.0	91.5	99.3	100.0		100.0	84.8	68.5	46.8			
삼성SDI	29.6							15.2					
삼성전기	23.8												
삼성중공업	1.0												
제일기획						100.0							
삼성정밀화학													
호텔신라													
에스원													
삼성경제연구소													
삼성SDS													
삼성생명보험	14.8												
삼성화재해상보험													
삼성증권													
삼성카드													
삼성디스플레이												50.0	50.0
삼성바이오로직스											91.2		
오픈타이드코리아													
합	100.0	70.0	91.5	99.3	100.0	100.0	100.0	100.0	68.5	97.8	91.2	50.0	50.0

※ 단위는 %, 기준일은 2015년 3분기말이며 보통주 기준임

피출자회사 출자회사	씨브이 네트	서울 레이크 사이드	삼우 종합건축사 무소	에스디 플렉스	콜롬보 코리아	네추럴 나인	삼성 웰스토리	대정해상 풍력발전	정암 풍력발전	시큐 아이	휴먼티에 스페이스	에스원씨 알엠	에스 앤폴
삼성물산	40.1	100.0	100.0		100.0	51.0	100.0			8.7			
삼성전자													
삼성SDI				50.0									
삼성전기													
삼성중공업								50.1	50.0				
제일기획													
삼성정밀화학													100.0
호텔신라													
에스원											100.0	93.4	
삼성경제연구소													
삼성SDS	9.4									56.5			
삼성생명보험													
삼성화재해상보험													
삼성증권													
삼성카드													
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
오픈타이드코리아													
합	49.5	100.0	100.0	50.0	100.0	51.0	100.0	50.1	50.0	65.2	100.0	93.4	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2015년 3분기말이며 보통주 기준임

피출자회사 출자회사	에스 티엠	크레듀	오픈 타이드 코리아	에스 코어	오픈 핸즈	미라콤 아이앤씨	누리 솔루션	신라 스테이	HDC 신 라 면세점	코어 브릿지 컨설팅	삼성 생명 보험	생모 부동산 신탁	삼성생명 서비스 손해사정
삼성물산											19.3		
삼성전자													
삼성SDI	71.8												
삼성전기													
삼성중공업													
제일기획			9.8							9.8			
삼성정밀화학													
호텔신라								100.0	50.0				
에스원			1.1							1.1			
삼성경제연구소		15.2											
삼성SDS		47.2	70.2	94.8	100.0	100.0	100.0			70.2			
삼성생명보험		0.0										50.0	99.8
삼성화재해상보험													
삼성증권													
삼성카드													
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
오픈타이드코리아										1.0			
합	71.8	62.4	81.1	94.8	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	82.1	19.3	50.0	99.8

※ 단위는 %, 기준일은 2015년 3분기말이며 보통주 기준임

피출자회사 출자회사	삼성 에스알에이 자산운용	삼성생명 금융서비스 보험대리점	삼성화재 해상보험	삼성화재애 니카 손해사정	삼성화재서 비스 손해사정	삼성 증권	삼성 카드	올렛	삼성카드 고객서비스	삼성 자산운용	삼성 선물	삼성 벤처 투자
삼성물산								30.0				
삼성전자							37.5					16.3
삼성SDI												16.3
삼성전기												17.0
삼성중공업												17.0
제일기획												
삼성정밀화학												
호텔신라												
에스원												
삼성경제연구소												
삼성SDS												
삼성생명보험	100.0	100.0	15.0			11.2	34.4			98.7		
삼성화재해상보험				100.0	100.0	8.0						
삼성증권											100.0	16.7
삼성카드								30.0	100.0			
삼성디스플레이												
삼성바이오로직스												
오픈타이드코리아												
計	100.0	100.0	15.0	100.0	100.0	19.2	71.9	60.0	100.0	98.7	100.0	83.3

※ 단위는 %, 기준일은 2015년 3분기말이며 보통주 기준임

[해외]

출자회사명	피출자회사명	지분율
삼성물산㈜	MYODO METAL CO., LTD.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Japan Corporation	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T America Inc.	100.0
삼성물산㈜	Samsung Finance Corporation.	80.0
삼성물산㈜	Samsung E&C America, INC.	100.0
삼성물산㈜	SAMSUNG OIL & GAS USA CORP	90.0
삼성물산㈜	Samsung Renewable Energy Inc.	100.0
삼성물산㈜	SCNT Power Norte S. De R.L. de C.V.	100.0
삼성물산㈜	QSSC, S.A. de C.V.	60.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Automation Inc.	70.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Canada Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Deutschland GmbH	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T U.K. Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Xiod Distribution	25.0
삼성물산㈜	Samsung C&T ECUK Limited	100.0
삼성물산㈜	Whessoe Project Limited	100.0
삼성물산㈜	SCNT Investment Atlantic SPRL	100.0
삼성물산㈜	POSS-SLPC, s.r.o	50.0
삼성물산㈜	Solluce Romania 1 B.V.	80.0
삼성물산㈜	SAM investment Manzanillo,B.V	53.3
삼성물산㈜	Solluce Slovenia 1 B.V.	80.0
삼성물산㈜	Ecosolar OOD	100.0
삼성물산㈜	Ecoenergy Solar OOD	100.0
삼성물산㈜	Agirlplam EOOD	100.0
삼성물산㈜	Fishtrade EOOD	100.0
삼성물산㈜	Manageprojekt EOOD	100.0
삼성물산㈜	Solar Park EOOD	100.0
삼성물산㈜	Veselinovo Energy OOD	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Construction Hungary Kft.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	100.0
삼성물산㈜	Erdsam Co., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung Chemtech	51.7
삼성물산㈜	S-print Inc	40.0
삼성물산㈜	Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	29.7
삼성물산㈜	P.T. Samsung Development	100.0
삼성물산㈜	Samsung Development (Thailand) Co., Ltd.	33.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	43.9
삼성물산㈜	Cheil Holding Inc.	40.0
삼성물산㈜	Samsung Const. Co. Phils.,Inc.	25.0
삼성물산㈜	Samsung Design Philippines Inc	100.0
삼성물산㈜	Samsugn Oil & Gas Australia PTY. LTD	100.0
삼성물산㈜	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	90.0
삼성물산㈜	Samsung C&T India Pte., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Corporation India Private Limited	100.0

삼성물산㈜	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	70.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	S&G Biofuel PTE.LTD	50.5
삼성물산㈜	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	70.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Eng.&Const. Mogolia LLC.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Hongkong Ltd.	100.0
삼성물산㈜	순덕성포강재가공유한공사	51.6
삼성물산㈜	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	55.0
삼성물산㈜	SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	100.0
삼성물산㈜	Samsung Nigeria Co., Ltd.	99.9
삼성물산㈜	LOBINAVE – Estaleiro Naval do Lobito, Limitada	40.0
삼성물산㈜	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Chile Copper SpA	100.0
삼성물산㈜	SCNT Power Kelar Inversones Limitada	99.0
삼성물산㈜	SAMSUNG C&T do BRASIL CONSTRUCTORA LTDA.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Corporation Rus LLC	100.0
삼성물산㈜	KSI LLP	25.0
삼성물산㈜	JSC BALKHASH THERMAL POWER PLANT	75.0
삼성물산㈜	Samsung SDI America, Inc.	8.3
삼성물산㈜	Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.	6.4
삼성물산㈜	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	2.4
삼성물산㈜	Samsung SDI Brasil Ltda.	0.0
삼성물산㈜	Beijing Samsung Real Estate Co., Ltd	10.0
삼성물산㈜	Cheil Industries Corp., USA	100.0
삼성물산㈜	CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	100.0
삼성물산㈜	Samsung Fashion Trading (Shanghai) Co. ,Ltd	100.0
삼성물산㈜	CHEIL INDUSTRIES INC. VIETNAM COMPANY LIMITED	100.0
삼성물산㈜	iMarket Asia Co., Ltd.	19.3
Samsung C&T America Inc.	Meadowland Distribution	100.0
Samsung C&T America Inc.	SAMSUNG OIL & GAS USA CORP	10.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Green repower, LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Construction Inc.	100.0
Samsung C&T America Inc.	QSSC, S.A. de C.V.	20.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung C&T Automation Inc.	30.0
Samsung C&T America Inc.	S-print Inc	24.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 LP HOLDINGS LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS GP INC.	100.0

Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SOUTHGATE SOLAR GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SOUTHGATE SOLAR LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	WINDSOR SOLAR GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	WINDSOR SOLAR LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 LP H.LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Wind GP Holding Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Ontario Wind Development LP Inc.	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Southgate Wind LP	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	Mountsberg Solar GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	Mountsberg Solar LP	100.0
Samsung Green repower, LLC	SOLAR PROJECTS SOLUTIONS,LLC	66.0
KINGSTON SOLAR GP INC.	KINGSTON SOLAR LP INC.	0.0
K2 Wind Ontario Inc.	K2 WIND ONTARIO LP	0.0
SP Armow Wind Ontario GP Inc	SP Armow Wind Ontario LP	0.0
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL Holdings LLC	83.6
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL E&P LLC	90.0
SRE GRW EPC GP Inc.	SRE GRW EPC LP	0.0
SRE SKW EPC GP Inc.	SRE SKW EPC LP	0.0
PLL Holdings LLC	Parallel Petroleum LLC	61.0
SRE GRW LP Holdings LP	Grand Renewable Wind LP Inc.	44.5
SRE SKW LP Holdings LP	South Kent Wind LP Inc.	50.0
SRE WIND PA GP INC.	SRE WIND PA LP	0.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	Grand Renewable Solar GP Inc.	50.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	SRE GRS Holdings LP	0.0
SRE K2 EPC GP Inc.	SRE K2 EPC LP	0.0
SRE K2 LP HOLDINGS LP	K2 WIND ONTARIO LP	33.3
SRE KS HOLDINGS GP INC.	KINGSTON SOLAR GP INC.	50.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	SRE KS HOLDINGS LP	0.0
SRE KS HOLDINGS LP	KINGSTON SOLAR LP INC.	25.0
SOUTHGATE SOLAR GP INC.	SOUTHGATE SOLAR LP	0.0
WINDSOR SOLAR GP INC.	WINDSOR SOLAR LP	0.0
SRE Belle River LP Holdings LP	SP Belle River Wind LP	50.0
SP Belle River Wind GP Inc	SP Belle River Wind LP	0.0
SRE Armow EPC GP Inc.	SRE Armow EPC LP	0.0
SRE Armow LP Holdings LP	SP Armow Wind Ontario LP	50.0
SRE North Kent 1 LP H.LP	North Kent Wind 1 LP	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	K2 Wind Ontario Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Armow Wind Ontario GP Inc	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Southgate Wind GP	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE GRW LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE SKW LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE K2 LP HOLDINGS LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE Belle River LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Belle River Wind GP Inc	50.0

SRE Wind GP Holding Inc.	SRE Arrow LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE North Kent 1 LP H.LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Ontario Wind Development GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	South Kent Wind GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	Grand Renewable Wind GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	North Kent Wind 1 GP Inc	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	North Kent Wind 2 GP Inc	50.0
SP Ontario Wind Development GP Inc.	SP Ontario Wind Development LP Inc.	0.0
South Kent Wind GP Inc.	South Kent Wind LP Inc.	0.0
Grand Renewable Wind GP Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	0.0
North Kent Wind 1 GP Inc	North Kent Wind 1 LP	0.0
SRE North Kent 2 LP Holdings LP	North Kent Wind 2 LP	50.0
North Kent Wind 2 GP Inc	North Kent Wind 2 LP	0.0
Mountsberg Solar GP Inc.	Mountsberg Solar LP	0.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Samsung C&T Italia S.A.R.L	100.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	SCNT Investment Atlantic SPRL	0.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	POSS-SLPC, s.r.o	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Romania 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Slovenia 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	S.C. Otelinex S.A	94.3
Samsung C&T Deutschland GmbH	KSI LLP	25.0
Samsung C&T U.K. Ltd.	Xiod Distribution	75.0
Samsung C&T U.K. Ltd.	Samsung Nigeria Co., Ltd.	0.1
Solluce Romania 1 B.V.	LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA S.R.L.	78.0
Solluce Slovenia 1 B.V.	ZE Solar 1 D.O.O.	70.0
Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	PT. Cahaya Borneo Sukses Agrosindo	49.0
Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	PT. Cassava Borneo Sukses Plantation	49.0
Samsung C&T Thailand Co., Ltd	Samsung Development (Thailand) Co., Ltd.	67.0
Samsung C&T Thailand Co., Ltd	Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	0.0
Samsung C&T Thailand Co., Ltd	Cheil (Thailand) Ltd.	0.0
Cheil Holding Inc.	Samsung Const. Co. Phils.,Inc.	75.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung Chemtech	48.3
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S-print Inc	16.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	12.7
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	10.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	30.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S&G Biofuel PTE.LTD	12.6
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Gandaerah Hendana	95.0
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Inecda	95.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	13.2
Samsung C&T Hongkong Ltd.	천진국제무역공사	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	삼성무역심천유한공사	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	45.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Corporation (Gaungzhou) Limited.	100.0
Samsung C&T Chile Copper SpA	PAMPA CAMARONES S.A.	46.5
삼성전자㈜	Samsung Japan Corporation	100.0
삼성전자㈜	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics America, Inc.	100.0

삼성전자㈜	Samsung Electronics Canada Inc.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	63.6
삼성전자㈜	Samsung Electronics (UK) Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Holding GmbH	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Iberia, S.A.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics France S.A.S	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Hungarian RT.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Italia S.P.A.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Benelux B.V.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Overseas B.V.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Portuguesa S.A.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Austria GmbH	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	55.7
삼성전자㈜	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Display (M) SDN.Bhd.	75.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics(M) SDN.BHD.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Asia Private Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung India Electronics Private Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	100.0
삼성전자㈜	PT Samsung Electronics Indonesia	100.0
삼성전자㈜	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	91.8
삼성전자㈜	Samsung Malaysia Electronics(SME) Sdn.Bhd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	69.1
삼성전자㈜	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.	87.1
삼성전자㈜	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	89.6
삼성전자㈜	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	48.2
삼성전자㈜	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	90.0
삼성전자㈜	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	73.7
삼성전자㈜	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.	95.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Shanghai Telecommunication Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
삼성전자㈜	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	87.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Argentina S.A.	98.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Chile Limitada	4.1

삼성전자㈜	Samsung Electronics Rus Company LLC	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	100.0
삼성전자㈜	Samsung Russia Service Centre LLC	100.0
삼성전자㈜	Samsung SDI Brasil Ltda.	0.1
삼성전자㈜	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.	82.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	100.0
삼성바이오에피스	Samsung Bioepis CH GmbH	100.0
삼성디스플레이㈜	Intellectual Keystone Technology LLC	41.9
삼성디스플레이㈜	Samsung Display Slovakia s.r.o.	100.0
삼성디스플레이㈜	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이㈜	Samsung Suzhou Module Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이㈜	Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.	60.0
삼성디스플레이㈜	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이㈜	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	95.0
삼성디스플레이㈜	Novald GmbH	9.9
세메스㈜	SEMES America, Inc.	100.0
세메스㈜	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	100.0
㈜삼성 메디슨	SonoAce Deutschland GmbH	100.0
㈜삼성 메디슨	Samsung Medison India Private Ltd.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NexusDX, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NeuroLogica Corp.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Receivables Corporation	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Quietside	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	SmartThings	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Pay, Inc.(구LoopPay, Inc.)	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	YESCO Electronics LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Semiconductor, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Information Systems America, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung International, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Grandis, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Austin Semiconductor LLC.	100.0
Samsung Electronics Canada Inc.	PrinterOn Corporation	100.0
PrinterOn Corporation	PrinterOn America Corporation	100.0
PrinterOn Corporation	PrinterOn Europe Limited	100.0
Samsung International, Inc.	Samsung Mexicana S.A. de C.V.	100.0
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	100.0
Samsung Electronics (UK) Ltd.	Samsung Semiconductor Europe Limited	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Semiconductor Europe GmbH	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Electronics GmbH	100.0
Samsung Electronics Hungarian RT.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	30.0
Samsung Electronics Hungarian RT.	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	44.3
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	36.4
Samsung Electronics Benelux B.V.	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics West Africa	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics East Africa	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	99.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Israel Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	99.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	100.0

Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics South Africa Production (Propr	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Turkey	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Levant Co., Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Morocco SARL	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	13.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Chile Limitada	95.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Peru S.A.C.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Kazakhstan LLP	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics KZ and Central Asia LLP	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Caucasus Co., Ltd	100.0
Samsung Electronics Austria GmbH	Samsung Electronics Switzerland GmbH	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	70.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Romania LLC	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	49.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Greece S.A.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Nanoradio Design Center	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Denmark Research Center ApS	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung France Research Center SARL	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Novaled GmbH	40.0
Samsung Electronics Display (M) SDN.Bhd.	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	2.2
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Display (M) SDN.Bhd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics New Zealand Limited	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Philippines Corporation	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung R&D Institute BanglaDesh	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Telecommunications Malaysia Sbn. Bhd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Vietnam THANGUYEN Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co. Ltd.,	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.4
PT Samsung Electronics Indonesia	PT Samsung Telecommunications Indonesia	99.0
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.3
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	19.2
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Mobile R&D Center China - Tianjin	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Network R&D Center China-Shenzhen	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung R&D Institute China-Xian	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.	12.9
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	10.3

Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	40.8
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Beijing Samsung Telecom R&D Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	26.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung R&D Institute China – Nanjing	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.	8.0
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
Samsung Electronics Morocco SARL	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	1.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronica Colombia S.A.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronics Panama. S.A	100.0
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	Simpres Comercio, Locacao e Servicos S.A.	100.0
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	Samsung Electronics Argentina S.A.	2.0
Samsung Electronics KZ and Central Asia LLP	Samsung Electronics Caucasus Co., Ltd	0.0
삼성SDI㈜	Intellectual Keystone Technology LLC	41.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Japan Co., Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI America, Inc.	91.7
삼성SDI㈜	Samsung SDI Hungary Rt.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Europe GmbH	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Battery Systems GmbH	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.	68.6
삼성SDI㈜	Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	97.6
삼성SDI㈜	Samsung SDI China Co., Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	50.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Lt	65.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd.	50.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Brasil Ltda.	45.0
삼성SDI㈜	Samsung Chemical U.S.A. Inc.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung Chemical Europe GmbH	100.0
삼성SDI㈜	Samsung Chemical Hungary LLC	100.0
삼성SDI㈜	NovaLED GmbH	50.1
삼성SDI㈜	Samsung Chemical (Thailand) Co., Ltd.	59.4
삼성SDI㈜	Samsung Chemical Material Trading(Shanghai) Co.,Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	Tianjin Samsung Engineering Plastics Co., Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	Dongguan Samsung Engineering Plastics Co., Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung SDI America, Inc.	Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V.	100.0
Samsung SDI America, Inc.	Samsung SDI Brasil Ltda.	40.4
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Shanghai Samsung SVA Electronic Devices Co., Ltd.	60.3
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Samsung SDI Brasil Ltda.	14.5
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics Japan Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics Japan Advanced Technology Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	100.0
삼성전기㈜	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS GMBH	100.0

삼성전기㈜	Samsung Hungary Electro-Mechanics Private Limited Liability Company	100.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd.	75.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	100.0
삼성전기㈜	Calamba Premier Realty Corporation	39.8
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	81.7
삼성전기㈜	Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	95.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung Electro-Mechanics Japan Advanced Technology Co., Ltd.	Samsung Electro-Mechanics Nakhonratchasima Co., Ltd.	100.0
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	Samsung Electro-Mechanics do Brasil Intermediacoes de Negocios Ltda.	100.0
Calamba Premier Realty Corporation	Batino Realty Corporation	100.0
삼성화재해상보험㈜	SAMSUNG FIRE & MARINE MANAGEMENT CORPORATION	100.0
삼성화재해상보험㈜	SAMAUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE	100.0
삼성화재해상보험㈜	P.T. Asuransi Samsung Tugu	70.0
삼성화재해상보험㈜	Samsung Vina Insurance Co. Ltd.	75.0
삼성화재해상보험㈜	SAMSUNG REINSURANCE PTE. LTD	100.0
삼성화재해상보험㈜	삼성화재해상보험(중국)유한공사	100.0
삼성화재해상보험㈜	SAMSUNG FIRE & MARINE CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA.	100.0
삼성중공업㈜	Camellia Consulting Corporation	100.0
삼성중공업㈜	Samsung Wind Energy, Inc	100.0
삼성중공업㈜	Offshore 1 consulting Corporation	51.0
삼성중공업㈜	Samsung heavy Industries Hamburg GmbH	100.0
삼성중공업㈜	Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	100.0
삼성중공업㈜	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	100.0
삼성중공업㈜	삼성중공업(영파)유한공사	100.0
삼성중공업㈜	삼성중공업(영성)유한공사	100.0
삼성중공업㈜	영성가야선업유한공사	100.0
삼성중공업㈜	Samsung Heavy Industries Trade(Shanghai) Co., Ltd	100.0
삼성중공업㈜	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	100.0
삼성중공업㈜	SANGSUNG HEAVY INDUSTRIES BRAZIL ASSESSORIA EM PRO	100.0
삼성중공업㈜	SHI BRAZIL CONSTRUCTION	100.0
Offshore 1 consulting Corporation	AMEC Samsung Oil&Gas, LLC	51.0
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	SHI - MCI FZE	70.0
삼성생명보험㈜	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	51.0
삼성생명보험㈜	Samsung Life Investment (U.K.) Limited.	100.0
삼성생명보험㈜	30 GRESHAM STREET(JERSEY) LIMITED	100.0
삼성생명보험㈜	THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD.	35.8
삼성생명보험㈜	Beijing Samsung Real Estate Co., Ltd	90.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (New York), Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	100.0
30 GRESHAM STREET(JERSEY) LIMITED	30 GRESHAM STREET (SINGAPORE) LIMITED	100.0
Samsung Chemical U.S.A. Inc.	Stacom Mexico S.A. de C.V..	100.0
CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	COLOMBO VIA DELLA SPIGA S.R.L	100.0
Samsung Chemical (Thailand) Co., Ltd.	Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	19.0

삼성웰스토리㈜	WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	100.0
삼성웰스토리㈜	Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	51.0
㈜크레듀	LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC	82.4
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai China Co., Ltd.	100.0
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai Taiwan Co., Ltd.	100.0
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd.	100.0
PengTai China Co., Ltd.	PengTai e-Commerce Co.,Ltd.	100.0
PengTai China Co., Ltd.	PengTai Marketing Service Co., Ltd.	100.0
PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd.	MEDIALYTICS Inc.	51.0
iMarket Asia Co., Ltd.	iMarket China Co., Ltd.	80.0
삼성정밀화학㈜	Samsung Fine Chemicals Europe GmbH	100.0
삼성정밀화학㈜	Samsung Fine Chemicals Trading (Shanghai) Co., Ltd	100.0
삼성증권㈜	Samsung Securities (America), Inc.	100.0
삼성증권㈜	Samsung Securities (Europe) Limited.	100.0
삼성증권㈜	Samsung Securities (Asia) Limited.	100.0
삼성에스디에스㈜	iMarket Asia Co., Ltd.	40.6
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS America, Inc.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Europe Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS India Pvt. Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS China, Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda	99.7
미라콤아이엔씨	MIRACOM INC ASIA PACIFIC LTD	100.0
Samsung SDS America, Inc.	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	0.3
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	99.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Panama S. A.	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C.	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S.	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Hungary Kft.	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	SAMSUNG SDS GSCL POLAND	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	0.0
Samsung SDS Europe Ltd.	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt Co. Ltd.	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS global SCL South Africa	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Transport and Logistics Joint Stock Company	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company	100.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	SAMSUNG SDS GSCL POLAND	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company	0.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	Samsung SDS GSCL Vietnam Co Ltd	51.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	100.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.	100.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	100.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD.	100.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL AUSTRALIA PTY., LTD.	100.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Ltd	100.0
Samsung SDS China, Ltd.	Samsung SDS Global Development Center Xi'an	100.0
Samsung SDS China, Ltd.	Samsung SDS Global SCL Beijing Co., Ltd	100.0

MIRACOM INC ASIA PACIFIC LTD	MIRACOM INC CHINA LTD	100.0
삼성엔지니어링(주)	Offshore 1 consulting Corporation	49.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering America Inc.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	100.0
삼성엔지니어링(주)	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	81.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering India Private Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Vietnam	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Lt	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Saudi Arabia Company Limited.	95.0
삼성엔지니어링(주)	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	64.8
삼성엔지니어링(주)	Muharraq STP Company B.S.C.	4.6
삼성엔지니어링(주)	Muharraq Holding Company 1 Ltd.	45.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Minatitlan, S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Bolivia S.A	99.9
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Kazakhstan LLP	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Construction, LLC	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Louisiana Construction, L.L.C.	100.0
Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	0.3
Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	Samsung Chemical (Thailand) Co., Ltd.	40.6
Samsung Engineering India Private Ltd.	Samsung Saudi Arabia Company Limited.	5.0
Samsung Saudi Arabia Company Limited.	Samsung EPC Company Ltd.	75.0
Muharraq Holding Company 1 Ltd.	Muharraq Holding Company 2 Ltd.	100.0
Muharraq Holding Company 2 Ltd.	Muharraq STP Company B.S.C.	79.7
(주)에스원	SOCM LLC	100.0
(주)에스원	Samsung Beijing Security Systems	100.0
(주)제일기획	Cheil USA Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Central America Inc.	100.0
(주)제일기획	IRIS Worldwide Holdings Limited	71.1
(주)제일기획	Cheil Europe Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Germany GmbH	100.0
(주)제일기획	Cheil France SAS	100.0
(주)제일기획	Cheil Nordic AB	100.0
(주)제일기획	Cheil India Pvt. Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil (Thailand) Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Singapore Pte. Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Vietnam Co. Ltd.	90.0
(주)제일기획	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Malaysia SDN BHD	100.0
(주)제일기획	Cheil China	100.0
(주)제일기획	Cheil Hong Kong Ltd.	100.0
(주)제일기획	Bravo Asia Limited	100.0
(주)제일기획	Bravo Asia-Shanghai	100.0
(주)제일기획	Cheil MEA FZ-LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil South Africa Pty., Ltd.	100.0

㈜제일기획	CHEIL KENYA LIMITED	99.0
㈜제일기획	Cheil Communications Nigeria Ltd.	99.0
㈜제일기획	Cheil Jordan	100.0
㈜제일기획	Cheil Ghana Limited	100.0
㈜제일기획	Cheil Brazil Communications Ltda.	100.0
㈜제일기획	Cheil Mexico Inc. SA de CV	98.0
㈜제일기획	Cheil Chile SpA.	100.0
㈜제일기획	Cheil Rus LLC	100.0
㈜제일기획	Cheil Ukraine LLC	100.0
㈜제일기획	Cheil Kazakhstan LLC	100.0
㈜호텔신라	Samsung Hospitality America Inc.	100.0
㈜호텔신라	SAMSUNG HOSPITALITY U.K. Limited	100.0
㈜호텔신라	Shilla Travel Retail Pte.Ltd	100.0
㈜호텔신라	SAMSUNG HOSPITALITY VIETNAM CO.,LTD	100.0
㈜호텔신라	SHILLA LIMITED Macao	100.0
㈜호텔신라	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	100.0
㈜호텔신라	SHILLA LIMITED Hong Kong	100.0
Cheil USA Inc.	The Barbarian Group LLC	100.0
Cheil USA Inc.	McKinney Ventures LLC	100.0
Cheil USA Inc.	Cheil India Pvt. Ltd.	0.0
Cheil USA Inc.	Cheil Mexico Inc. SA de CV	2.0
Samsung Hospitality America Inc.	Samsung Hospitality Europe GmbH	100.0
Cheil Europe Ltd.	BEATTIE MCGUINNESS BUNGAY LIMITED	75.0
Cheil Europe Ltd.	Cheil Italia S.r.l	100.0
Cheil Europe Ltd.	CHEIL SPAIN S.L	100.0
Cheil Europe Ltd.	CHEIL BENELUX B.V.	100.0
Cheil Germany GmbH	Cheil Austria GmbH	100.0
Cheil (Thailand) Ltd.	Samsung Chemical (Thailand) Co., Ltd.	0.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PengTai Greater China Co., Ltd.	95.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	100.0
Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Cheil Philippines Inc.	30.0
Cheil Hong Kong Ltd.	PengTai Greater China Co., Ltd.	3.1
Cheil MEA FZ-LLC	One Agency FZ LLC	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One Agency Istanbul Advertisement, Communication &Production LLC	0.0
Cheil South Africa Pty., Ltd.	CHEIL KENYA LIMITED	1.0
Cheil South Africa Pty., Ltd.	Cheil Communications Nigeria Ltd.	1.0
One Agency FZ LLC	One Agency Istanbul Advertisement, Communication &Production LLC	100.0
One Agency FZ LLC	One Agency Interior Design LLC	100.0
One Agency FZ LLC	One Agency Printing LLC	100.0
One Agency FZ LLC	One Agency South Africa Pty., Ltd.	100.0
One Agency FZ LLC	One Agency Russia LLC	99.9
Cheil Rus LLC	One Agency Russia LLC	0.1

※ 단위는 %, 기준일은 2015년 3분기말, 보통주 기준임.

3. 관련법령상의 규제내용 등

○ “독점규제 및 공정거래에 관한 법률”상 상호출자제한기업집단 등

① 지정시기 : 2015년 4월 1일

② 규제내용 요약

- 상호출자의 금지
- 계열사 채무보증 금지
- 금융·보험사의 계열사 의결권 제한
- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
- 비상장사 중요사항 공시
- 기업집단 현황 등에 관한 공시

4. 타법인출자 현황

2015년 3분기말 현재 당사의 타법인 출자금액은 장부가 기준 46조 2,793억이며, 사업관련 등으로 출자하였습니다.

[2015.9.30 현재]

(단위 : 천주, 백만원, %)

구분	계정과목	법인명 또는 종목명	최초 취득 일자	출자 목적	최초 취득 금액	기초잔액			증가(감소) 내역			기말잔액			최근 사업년도 재무현황		비고
						수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기 순손익	
									수량	금액							
매 가 내 재 권 등	상장	삼성전기㈜	1977.01	경영참가 등	250	17,693	23.69	445,244	0		0	17,693	23.69	445,244	7,718,612	508,912	
	상장	삼성카드㈜	1988.12	경영참가 등	10,000	43,393	37.45	1,455,485	0		0	43,393	37.45	1,455,485	17,736,627	656,025	
	상장	한화테크윈㈜	1977.12	경영참가 등	336	13,527	25.46	235,638	-13,527	-235,638	0	0	0.00	0	3,601,728	-118,182	매각
	비상장	스테코㈜	1995.06	사업관련	24,000	2,448	51.00	32,724	142	3,137	0	2,590	70.00	35,861	93,819	4,532	취득
	비상장	세메스㈜	1992.12	사업관련	1,000	2,173	91.54	71,906	0		0	2,173	91.54	71,906	692,721	39,080	
	비상장	삼성경제연구소㈜	1991.05	경영참가 등	320	3,576	29.80	24,942	0		0	3,576	29.80	24,942	130,715	252	
	비상장	삼성에스디에스㈜	1992.07	경영참가 등	6,160	17,472	22.58	560,827	0		0	17,472	22.58	560,827	5,546,045	434,273	
	비상장	삼성라이온즈㈜	1986.08	경영참가 등	240	55	27.50	-102	0		0	55	27.50	-102	61,737	-17,141	
	비상장	삼성전자서비스㈜	1998.01	사업관련	30,000	6,000	99.33	48,121	0		0	6,000	99.33	48,121	330,184	12,524	
	비상장	삼성전자판매㈜	2000.12	사업관련	3,100	1,767	100.00	247,523	0		0	1,767	100.00	247,523	603,933	1,662	
	비상장	삼성전자로지텍㈜	1999.04	사업관련	76	1,011	100.00	46,669	0		0	1,011	100.00	46,669	150,390	8,940	
	비상장	삼성디스플레이㈜	2012.04	사업관련	16,009,547	221,969	84.78	18,509,307	0		0	221,969	84.78	18,509,307	37,939,965	1,698,239	
	비상장 합	SVIC 6호 투자조 합	2005.07	사업관련	26,800	0	99.00	2,277	0	-2,277	0	0	0.00	0	42,633	458	청산
	비상장 합	SVIC 14호 투자조 합	2009.05	사업관련	18,000	0	99.00	0	0		0	0	99.00	0	57,146	2,434	
	비상장 합	SVIC 21호 투자조 합	2011.11	사업관련	19,800	2	99.00	150,634	0	6,633	0	2	99.00	157,267	130,290	-4,984	출자
	비상장 합	SVIC 22호 투자조 합	2011.11	사업관련	19,800	2	99.00	155,796	0		0	2	99.00	155,796	145,501	-43	
	비상장 합	SVIC 26호 투자조 합	2014.11	사업관련	19,800	0	99.00	19,800	0	45,441	0	0	99.00	65,241	20,057	-699	출자
	비상장 합	SVIC 27호 투자조 합	2014.09	사업관련	5,940	0	99.00	5,940	0	2,772	0	0	99.00	8,712	5,898	-483	출자
	비상장 합	SVIC 28호 투자조 합	2015.02	사업관련	7,425	0	0.00	0	0	27,225	0	0	99.00	27,225	0	0	출자
	비상장	삼성메디슨	2011.02	사업관련	286,384	87,350	68.45	477,648	0		0	87,350	68.45	477,648	326,260	8,817	

비상장	삼성바이오로직스	2011.0 4	경영참가 등	30,000	9,298	45.65	412,065	3,601	133,600	0	12,899	46.79	545,665	1,357,295	-83,939	증자
비상장	인텔렉추얼디스크 버리	2011.0 5	경영참가 등	5,000	1,784	15.71	5,241	0		0	1,784	15.71	5,241	44,353	-7,792	
상장	삼성중공업주	1977.0 9	경영참가 등	125	40,676	17.61	811,479	0		- 311,169	40,676	17.61	500,310	17,122,234	147,320	평가
상장	삼성정밀화학주	1995.0 5	경영참가 등	1,346	2,165	8.39	70,795	0		16,346	2,165	8.39	87,140	1,845,960	58,683	평가
상장	호텔신라주	1979.1 2	경영참가 등	252	2,005	5.11	183,231	0		47,311	2,005	5.11	230,542	1,907,452	73,483	평가
상장	제일기획주	1988.0 9	경영참가 등	185	14,499	12.60	249,378	0		14,499	14,499	12.60	263,877	1,843,852	102,022	평가
상장	에이테크솔루션	2009.1 1	경영참가 등	26,348	1,592	15.92	7,578	0		1,465	1,592	15.92	9,043	184,201	490	평가
상장	㈜아이마켓코리아	2000.1 2	경영참가 등	1,900	647	1.80	18,384	0		647	647	1.80	19,031	1,090,486	44,140	평가
상장	㈜케이티스카이 이프	2001.1 2	경영참가 등	3,344	240	0.50	4,404	0		480	240	0.50	4,884	683,009	55,162	평가
상장	삼성SDI주	1977.0 1	경영참가 등	304	13,463	19.58	1,561,670	0		- 100,970	13,463	19.58	1,460,700	15,968,550	-80,314	평가
상장	원익아이피에스	2013.1 2	사업관련	31,625	3,610	4.48	50,361	0		-17,365	3,610	4.48	32,996	658,929	57,128	평가
비상장	한화종합화학주	1988.0 7	경영참가 등	1,500	3,017	5.29	100,051	-3,017	-100,051	0	0	0.00	0	2,245,888	-23,537	매각
비상장	에스에스엘엠	2012.0 4	경영참가 등	52,296	4,378	18.24	0	0		0	4,378	12.16	0	177,022	-46,587	
비상장	기원기술금융주	1995.0 1	경영참가 등	5,000	1,000	17.24	5,000	0		0	1,000	17.24	5,000	91,722	762	
비상장	부산신항만주	1997.0 9	경영참가 등	590	1,135	0.98	5,677	0		0	1,135	0.98	5,677	680,228	50,481	
비상장	한국경제신문주	1987.0 5	경영참가 등	150	72	0.39	365	0		0	72	0.39	365	289,901	15,395	
비상장	삼성벤처투자주	1999.1 1	경영참가 등	4,900	980	16.33	6,586	0		0	980	16.33	6,586	67,044	3,274	
비상장	㈜싸이버뱅크	2000.1 2	경영참가 등	8,000	1,083	7.46	0	0		0	1,083	7.46	0	0	0	
비상장	화인칩스	2001.1 2	경영참가 등	10	2	3.81	10	0		0	2	3.81	10	3,653	707	
비상장	에스케이텔링크 (주)	2010.1 1	경영참가 등	4,357	15	1.13	4,357	0		0	15	1.13	4,357	253,332	16,093	
비상장	인켈	2006.1 1	경영참가 등	130	0	0.00	0	0		0	0	0.00	0	153,629	974	
비상장	(주)용평리조트	2007.0 5	경영참가 등	1,869	400	1.05	1,869	0		0	400	1.05	1,869	734,627	12,019	
비상장	에스컴	2007.1 2	경영참가 등	0	0	0.01	0	0		0	0	0.01	0	14,329	-7,482	
비상장	상보컴퓨터	2012.0 9	경영참가 등	0	0	0.01	0	0		0	0	0.01	0	37,940	1,467	
비상장	아이큐브투자조합 1호	2009.1 2	경영참가 등	4,000	0	16.23	4,000	0		0	0	16.23	4,000	22,756	-1,648	
비상장	케이티와이브로인	2010.0	경영참가	60,000	600	24.20	60,000	0		0	600	24.20	60,000	266,331	3,545	

	프리	7	등													
비상장	신성건설	2010.07	경영참가 등	1	0	0.01	0	0		0	0	0.01	0	58,865	425	
비상장	우방	2010.07	경영참가 등	0	1	0.00	0	0		0	1	0.00	0	159,892	7,234	
비상장	희훈디앤지	2010.07	경영참가 등	0	2	0.02	0	0		0	2	0.02	0	42,516	-8,168	
비상장	대우산업개발	2012.12	경영참가 등	0	0	0.02	0	0		0	0	0.02	0	143,190	-14,700	
비상장	대우송도개발	2012.12	경영참가 등	0	9	0.02	0	0		0	9	0.02	0	1,216,605	-7,984	
비상장	자일자동차판매	2012.12	경영참가 등	0	1	0.00	0	0		0	1	0.00	0	292,265	3,083	
비상장	우정건설㈜	2014.04	채권회수	0	5	0.35	0	0		0	5	0.35	0	23,920	-6,902	
비상장	㈜현진	2014.04	채권회수	0	23	0.25	0	0		0	23	0.25	0	44,332	2,004	
비상장	성원건설㈜	2014.04	채권회수	0	1	0.03	0	0		0	1	0.03	0	34,337	-1,733	
비상장	㈜인화	2014.04	채권회수	0	2	0.17	0	0		0	2	0.17	0	11,239	-2,034	
비상장	삼성솔루션㈜	2014.04	채권회수	0	4	6.70	0	0		0	4	6.70	0	11,713	173	
비상장	STX건설㈜	2014.04	채권회수	0	0	0.01	0	0		0	0	0.01	0	199,475	-14,036	
비상장	풍림산업	2014.05	채권회수	0	52	0.37	0	0		0	52	0.37	0	405,404	32,142	
비상장	삼광개발㈜	2014.10	회원권 출 자 전환	0	0	0.09	0	0		0	0	0.09	0	180,549	-4,186	
비상장	JNT(반도체펀드)	2011.02	지분투자 등	1,800	0	24.00	3,360	0	-240	0	0	24.00	3,120	14,579	417	회수
비상장	SV(반도체펀드)	2011.02	지분투자 등	1,850	0	14.85	3,403	0	-215	0	0	14.85	3,188	19,433	-469	회수
비상장	서울투자파트너스	2011.10	지분투자 등	1,550	0	19.38	2,872	0	-135	0	0	19.38	2,737	17,978	323	회수
비상장	대신아주IB(반도 체펀드)	2011.08	지분투자 등	258	0	3.00	1,898	0	-325	0	0	3.00	1,574	63,869	7,656	회수
비상장	TS(반도체펀드)	2011.11	지분투자 등	1,700	0	20.32	2,682	0		0	0	20.32	2,682	13,470	-128	
비상장	IMM(반도체펀드)	2011.11	지분투자 등	760	0	7.60	3,294	0	-720	0	0	7.60	2,574	44,114	342	회수
비상장	L&S(반도체펀드)	2012.07	지분투자 등	848	0	7.46	2,848	0	-75	0	0	7.46	2,773	33,885	-5,301	회수
비상장	태원전기산업	2012.04	경영참가 등	16,544	45	15.00	17,094	0		0	45	15.00	17,094	64,677	1,478	
비상장	팬택	2013.06	사업관련	53,000	53,000	10.03	0	0		0	53,000	10.03	0	279,464	-249,327	
비상장	KTCNP-GC(반도 체펀드)	2013.12	사업관련	960	0	3.56	918	0	3,164	0	0	3.56	4,082	24,289	-869	출자/회 수
비상장	포스텍기술투자	2013.12	사업관련	600	0	10.00	600	0		0	0	10.00	600	175,836	3,625	
비상장	하이파이오니어투	2011.10	사업관련	29,244	0	100.00	19,470	0	-19,470	0	0	0.00	0	19,179	-303	청산

			자신탁 1호	9													
해 외 중 간 통 계 도 가	매 도 가 능 성 권 통	비상장	SECA	1992.0 8	해외거점 확보	3,823	0	100.00	90,922	0	0	0	100.00	90,922	529,348	-515	
		비상장	SEA	1978.0 7	해외거점 확보	59,362	492	100.00	5,027,880	0	623,315	0	492	100.00	5,651,195	10,697,787	-80,403 증자
		비상장	SELA	1989.0 4	해외거점 확보	319	40	100.00	86,962	0	0	40	100.00	86,962	347,502	571	
		비상장	SEM	1995.0 7	해외거점 확보	3,032	3,837	63.58	165,638	0	0	3,837	63.58	165,638	795,138	-245,143	
		비상장	SEASA	1996.0 6	해외거점 확보	4,696	21,854	98.00	6,779	0	0	21,854	98.00	6,779	52,003	5,937	
		비상장	SEDA	1994.0 1	해외거점 확보	13,224	62,816,3 36	87.04	577,483	14,389, 373	70,137	0	77,205,7 09	87.04	647,620	3,797,166	887,715 증자
		비상장	SECH	2002.1 2	해외거점 확보	597	0	4.10	597	0	0	0	4.10	597	262,414	-8,240	
		비상장	Nvelo, Inc.	2012.1 2	해외거점 확보	42,892	100	100.00	42,892	-100	-42,892	0	0	0.00	0	1,774	225
		비상장	CMLA LLC	2008.0 2	경영참가 등	654	0	25.00	4,115	0	-4,115	0	0	0.00	0	0	매각
		비상장	SESA	1989.0 1	해외거점 확보	3,276	8,021	100.00	142,091	0	0	8,021	100.00	142,091	665,617	19,153	
		비상장	SENA	1992.0 3	해외거점 확보	392	1,000	100.00	69,372	0	0	1,000	100.00	69,372	467,393	39,396	
		비상장	SEH	1991.0 5	해외거점 확보	1,954	753	100.00	650,157	0	0	753	100.00	650,157	1,287,972	109,549	
		비상장	SEP	1982.0 9	해외거점 확보	204	1,751	100.00	37,616	0	0	1,751	100.00	37,616	136,282	6,198	
		비상장	SEF	1991.0 8	해외거점 확보	230	2,700	100.00	234,115	0	0	2,700	100.00	234,115	1,031,342	44,771	
		비상장	SEUK	1995.0 7	해외거점 확보	33,908	109,546	100.00	433,202	0	0	109,546	100.00	433,202	1,235,239	72,231	
		비상장	SEHG	1982.0 2	해외거점 확보	28,042	0	100.00	354,846	0	0	0	100.00	354,846	840,716	84,393	
		비상장	SEAG	2002.0 1	해외거점 확보	40	0	100.00	32,162	0	0	0	100.00	32,162	290,346	9,100	
		비상장	SEI	1993.0 5	해외거점 확보	862	677	100.00	143,181	0	0	677	100.00	143,181	759,637	107,593	
		비상장	SEBN	1995.0 7	해외거점 확보	236	530,589	100.00	904,308	8,549	10,443	0	539,138	100.00	914,751	1,207,723	30,404 증자
		비상장	SELS	1991.0 5	해외거점 확보	18,314	1,306	100.00	24,288	0	0	1,306	100.00	24,288	1,621,583	38,209	
		비상장	SEPOL	1996.0 4	해외거점 확보	5,462	106	100.00	78,267	0	0	106	100.00	78,267	419,043	38,817	
		비상장	SSA	1998.1 2	해외거점 확보	263	2,000	100.00	32,622	0	0	2,000	100.00	32,622	712,489	-38,887	
		비상장	SESK	2002.0 6	해외거점 확보	8,976	0	55.68	263,767	0	0	0	55.68	263,767	1,869,697	142,416	
		비상장	SEEH	2008.0 1	해외거점 확보	4,214	0	100.00	1,369,992	0	0	0	100.00	1,369,992	7,022,746	93,605	
		비상장	SEO	1997.0 1	해외거점 확보	120	0	100.00	-10,043	0	0	0	100.00	-10,043	176,271	57	
		비상장	SRSC	1997.1	해외거점	707	0	100.00	8,211	0	0	0	100.00	8,211	29,243	1,664	

		1	확보													
비상장	SERC	2006.0 1	해외거점 확보	24,877	0	100.00	180,079	0	0	0	100.00	180,079	796,220	31,587		
비상장	SERK	2007.0 7	해외거점 확보	4,600	0	100.00	204,555	0	0	0	100.00	204,555	785,584	88,557		
비상장	SEAU	1987.1 1	해외거점 확보	392	53,200	100.00	111,964	0	0	53,200	100.00	111,964	437,351	-48,132		
비상장	SEMA	1989.0 9	해외거점 확보	4,378	16,247	100.00	153,602	0	0	16,247	100.00	153,602	129,214	28,018		
비상장	SGE	1995.0 5	해외거점 확보	827	0	100.00	32,836	0	0	0	100.00	32,836	921,338	-66,153		
비상장	SEEG	2012.0 7	해외거점 확보	23	0	0.05	39	0	0	0	0.05	39	512,426	44,697		
비상장	SEIN	1991.0 8	해외거점 확보	7,463	46	99.99	118,909	0	0	46	99.99	118,909	806,451	147,666		
비상장	SDMA	1995.0 3	해외거점 확보	21,876	71,400	75.00	244,382	0	0	71,400	75.00	244,382	278,239	38,955		
비상장	SIEL	1995.0 8	해외거점 확보	5,414	216,787	100.00	75,263	0	0	216,787	100.00	75,263	2,949,605	428,757		
비상장	SRI-B	2005.0 5	해외거점 확보	7,358	17	100.00	31,787	0	0	17	100.00	31,787	190,104	24,805		
비상장	SAVINA	1995.0 1	해외거점 확보	5,839	0	100.00	28,365	0	0	0	100.00	28,365	219,356	43,367		
비상장	TSE	1988.0 1	해외거점 확보	1,390	11,020	91.83	279,163	0	0	11,020	91.83	279,163	1,654,988	202,647		
비상장	STE	1996.0 1	해외거점 확보	4,206	2,499	49.00	4,474	0	0	2,499	49.00	4,474	6,159	100		
비상장	SME	2003.0 5	해외거점 확보	4,796	17,100	100.00	7,644	0	0	17,100	100.00	7,644	328,645	3,473		
비상장	SAPL	2006.0 7	해외거점 확보	793	741,378	100.00	870,623	135,755	110,860	0	877,133	100.00	981,483	3,110,433	1,057,873	증자
비상장	SEHK	1988.0 9	해외거점 확보	349	274,250	100.00	79,033	0	0	274,250	100.00	79,033	984,732	20,662		
비상장	SET	1994.1 1	해외거점 확보	456	27,270	100.00	112,949	0	0	27,270	100.00	112,949	1,583,027	44,559		
비상장	SESS	1994.1 2	해외거점 확보	18,875	0	100.00	504,313	0	0	0	100.00	504,313	749,914	64,345		
비상장	SCIC	1996.0 3	해외거점 확보	23,253	0	100.00	617,941	0	0	0	100.00	617,941	9,603,679	162,677		
비상장	SEHZ	1992.1 2	해외거점 확보	792	0	89.56	255,535	0	0	0	89.56	255,535	4,966,486	829,880		
비상장	SSEC	1995.0 4	해외거점 확보	32,128	0	69.06	130,551	0	0	0	69.06	130,551	689,430	99,282		
비상장	TSEC	1993.0 4	해외거점 확보	15,064	0	48.20	138,101	0	0	0	48.20	138,101	933,487	140,983		
비상장	SSDP	1993.0 8	해외거점 확보	4,446	0	87.10	65,319	0	0	0	87.10	65,319	777,128	136,272		
비상장	TSTC	2001.0 3	해외거점 확보	10,813	0	90.00	490,041	0	0	0	90.00	490,041	2,316,054	510,357		
비상장	SSTC	2001.1 1	해외거점 확보	15,799	0	100.00	-1,186	0	23,698	0	0	100.00	22,512	124	-3,478	증자
비상장	SSET	2002.0	해외거점	6,009	0	95.00	121,624	0	0	0	95.00	121,624	146,482	13,509		

		2	확보													
비상장	SESC	2002.09	해외거점 확보	5,471	0	73.70	34,028	0	0	0	73.70	34,028	812,755	66,091		
비상장	SSS	2001.01	해외거점 확보	1,200	0	100.00	19,189	0	0	0	100.00	19,189	2,560,852	125,239		
비상장	SEHF	2004.04	해외거점 확보	17,204	0	100.00	53,869	0	-53,869	0	0	0.00	0	108,183	-2,549	매각
비상장	SSCR	2006.09	해외거점 확보	3,405	0	100.00	9,332	0	0	0	100.00	9,332	20,548	3,257		
비상장	TSOE	2010.04	해외거점 확보	33,837	0	82.00	93,154	0	0	0	82.00	93,154	177,394	17,427		
비상장	TSLED	2012.04	해외거점 확보	119,519	0	100.00	119,519	0	0	0	100.00	119,519	411,558	27,308		
비상장	SCS	2012.09	해외거점 확보	111,770	0	100.00	2,712,096	0	0	0	100.00	2,712,096	6,765,278	166,754		
비상장	SJC	1975.12	해외거점 확보	273	1,560	100.00	370,647	0	0	1,560	100.00	370,647	831,649	5,690		
비상장	SRJ	1992.08	해외거점 확보	3,120	122	100.00	117,257	0	0	122	100.00	117,257	160,614	3,625		
비상장	TSST Japan	2004.03	경영참가 등	1,639	30	49.03	0	0	0	30	49.03	0	234,785	-24,594		
비상장	SDIB	1996.09	경영참가 등	3,110	586	0.08	0	0	0	586	0.08	0	29,290	2,294		
비상장	Semiconductor Portal	2002.12	경영참가 등	38	0	1.21	10	0	0	0	1.21	10	1,255	3		
비상장	FTS	2008.12	경영참가 등	1,952	116	41.50	563	0	0	116	41.50	563	2,371	-128		
비상장	Nanosys, Inc	2010.08	경영참가 등	4,774	1,747	1.49	2,387	0	0	1,747	1.51	2,387	23,134	861		
비상장	ONE BLUE LLC	2011.07	경영참가 등	1,766	0	16.67	1,766	0	0	0	16.67	1,766	36,941	860		
비상장	TidalScale	2013.08	경영참가 등	1,112	2,882	18.98	1,112	0	0	2,882	8.87	1,112	7,734	-2,631		
비상장	Mantis Vision	2014.01	사업관련	1,594	301	3.53	1,594	53	386	0	355	2.94	1,980	4,969	-8,275	
비상장	Argus Cyber Security	2015.09	사업관련	356	0	0.00	0	10	356	0	10	0.39	356	0	0	취득
비상장	INEDA	2014.04	사업관련	3,181	3,918	5.55	3,181	2,182	2,216	0	6,100	6.50	5,397	8,221	-15,439	
비상장	Leman	2014.08	사업관련	1,019	17	3.91	1,019	0	0	17	3.91	1,019	6,563	-3,340		
비상장	Alces	2014.09	사업관련	4,832	421	19.95	4,832	0	0	421	19.95	4,832	2,905	-1,937		매각/평가
상장	SSL	2014.05	사업관련	37,553	2,426	5.84	49,511	-2,426	-49,511	0	0	0.00	0	1,301,673	-100,027	평가
상장	Rambus	2010.01	사업관련	185,363	4,788	4.19	58,368	0	0	9,121	4,788	4.11	67,489	620,811	27,650	평가
상장	SEAGATE	2011.12	사업관련	788,454	12,539	3.80	916,597	0	0	-	12,539	4.15	671,033	10,016,908	1,656,821	
합 계				18,631,882			46,310,677	14,520,594	553,851	-			46,279,329			

※ 별도기준으로 작성되었습니다.

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등

가. 채무보증 내역

- 국내채무보증 : 해당사항 없음

- 해외채무보증

(단위 : 천US\$)

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역 (잔액)				채무보증 한도	비 고
				기초	증가	감소	기말		
SEA(미주판매법인)	계열회사	SMBC 外	2017-04-10	1,000,000	0	0	1,000,000	2,425,000	
SEM(멕시코판매법인)	계열회사	Santander 外	2016-08-19	348,280	0	291,634	56,646	676,000	
SAMCOL(콜롬비아판매법인)	계열회사	Citibank 外	2016-06-13	67,533	1,579	0	69,112	126,000	
SEDA(브라질생판법인)	계열회사	HSBC 外	2016-06-13	0	553	0	553	794,000	
SECH(칠레판매법인)	계열회사	Citibank 外	2016-06-13	54,332	0	54,332	0	178,000	
SEPR(페루판매법인)	계열회사	BBVA 外	2016-06-13	62,718	2,022	0	64,740	180,000	
SSA(남아공판매법인)	계열회사	Citibank 外	2016-06-13	161,095	4,489	0	165,584	335,000	
SEMRC(모로코판매법인)	계열회사	SocGen 外	2015-12-16	5,824	0	5,788	36	110,000	
SETK(터키판매법인)	계열회사	BTMU 外	2016-06-13	85,877	118,103	0	203,980	670,000	
SECE(카자흐스탄판매법인)	계열회사	Citibank 外	2016-07-21	0	1,480	0	1,480	152,000	
SEEG(이집트생판법인)	계열회사	HSBC	2016-06-13	0	0	0	0	50,000	
SEPCO(필리핀판매법인)	계열회사	Citibank 外	-	9,379	0	9,379	0	0	
SEIN(인도네시아생판법인)	계열회사	BNP 外	2016-06-13	0	0	0	0	161,000	
SJC(일본판매법인)	계열회사	Mizuho Bank 外	2016-05-31	211,882	74,109	0	285,991	890,000	
SRJ(일본연구법인)	계열회사	SMBC	2016-02-28	20,928	0	53	20,875	21,000	
SEUC(우크라이나판매법인)	계열회사	Credit Agricole 外	2016-06-13	0	0	0	0	175,000	
SEDAM(멕시코생산법인)	계열회사	Citibank 外	2016-06-13	116,727	0	24,568	92,159	441,000	
SECA(캐나다판매법인)	계열회사	Nova Scotia	2015-10-10	0	0	0	0	11,000	
SELA(파나마판매법인)	계열회사	Citibank	2015-12-16	0	0	0	0	30,000	
SEEH(네덜란드지주사)	계열회사	HSBC 外	2016-09-05	0	0	0	0	639,200	
SERK(러시아생산법인)	계열회사	BNP 外	2016-06-28	0	0	0	0	370,000	
SELV(요르단판매법인)	계열회사	Citibank	2015-12-16	0	0	0	0	10,000	
SAPL(싱가폴법인)	계열회사	BOA 外	2016-06-13	0	0	0	0	411,000	
SEV(베트남생산법인)	계열회사	SCB	2015-11-08	0	0	0	0	15,000	
SAVINA(베트남생산법인)	계열회사	SCB 外	2016-06-13	0	0	0	0	71,000	
SET(대만판매법인)	계열회사	SCB	2015-11-08	0	0	0	0	30,000	
SCIC(중국법인)	계열회사	HSBC 外	2016-06-13	0	0	0	0	200,000	
SME(말레이시아판매법인)	계열회사	SCB	2015-11-08	0	0	0	0	120,000	
SAMEX(멕시코생산법인)	계열회사	Citibank	2015-12-16	0	0	0	0	5,000	
SEASA(아르헨티나판매법인)	계열회사	Citibank	2015-12-16	0	0	0	0	1,000	
SSAP(남아공생산법인)	계열회사	SCB	2015-11-08	7,779	0	1,344	6,435	20,000	
Simpress(브라질판매법인)	계열회사	BNP	2015-11-08	0	36,683	0	36,683	60,000	
SEHK(홍콩판매법인)	계열회사	HSBC	2016-06-13	0	0	0	0	2,000	
SEPM(폴란드생산법인)	계열회사	HSBC	2016-06-13	0	132,800	0	132,800	132,800	
합 계				2,152,354	371,818	387,098	2,137,074	9,512,000	

상기의 채무보증 이외에 헝가리에 소재한 SEH(Samsung Electronics Hungarian)

법인이 헝가리정부와 체결한 투자 인센티브 계약의 이행을 보증하기 위하여 18,490 백만원(43.2억 HUF)의 지급보증을 제공하고 있습니다.

당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결후 집행되며, 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우에는 그 결정을 경영위원회에 위임하고 있습니다.

나. 유가증권 매수 또는 매도 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관 계	변동금액					잔액	비고
		유가증권의 종류	매수	매도	합계	매매손익		
삼성자산운용	계열회사	수익증권	-	1,000,000	1,000,000	24,864	-	운용사
합 계			-	1,000,000	1,000,000	24,864	-	

※ 수익증권 매매손익은 처분이익 기준

2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래목적	거래일자	거래일기준	거래대상물	거래금액
SCS	계열회사	자산매각	2015.09.30	매각일자	기계장치 등	142,046
삼성정밀화학	계열회사	자산매입	2015.09.16	매입일자	건물/구축물 등	95,278
SESS	계열회사	자산매각/매입	2015.09.25	매각/매입일자	기계장치 등	23,115
SAS	계열회사	자산매각/매입	2015.08.13	매각/매입일자	기계장치 등	20,696
삼성바이오에피스	계열회사	자산매각	2015.03.09	매각일자	기계장치 등	3,524
SDC	계열회사	자산매각	2015.07.31	매각일자	기계장치 등	2,640
SEV	계열회사	자산매각/매입	2015.09.25	매각/매입일자	기계장치 등	2,305
TSTC	계열회사	자산매입	2015.09.24	매입일자	기계장치 등	1,510
STECO	계열회사	자산매각	2015.09.30	매각일자	기계장치 등	676
SEIN	계열회사	자산매각/매입	2015.09.22	매각/매입일자	기계장치 등	671
TSLED	계열회사	자산매각/매입	2015.07.08	매각/매입일자	기계장치 등	588
TSOE	계열회사	자산매각/매입	2015.07.16	매각/매입일자	기계장치 등	526
SESC	계열회사	자산매입	2015.07.14	매입일자	기계장치 등	463
SEVT	계열회사	자산매각	2015.08.01	매각일자	기계장치 등	336
SIEL	계열회사	자산매각	2015.02.02	매각일자	기계장치 등	300
SSKMT	계열회사	자산매입	2015.09.15	매입일자	기계장치 등	242
SEDAM	계열회사	자산매각	2015.08.01	매각일자	기계장치 등	238
SCSC	계열회사	자산매입	2015.07.13	매입일자	기계장치 등	152
SEDA	계열회사	자산매각/매입	2015.04.29	매각/매입일자	기계장치 등	121

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준임

당사는 2015년 3분기중 법인 Capa증설 등의 목적으로 자산을 SCS(Samsung China Semiconductor Co., Ltd.) 등 계열회사에 매각하였습니다. 또한, 국내 생산 효율화를 위해 설비 등 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SEA	계열회사	매출입 등	2015.01~2015.09	HHP 및 가전제품 매출입 등	21,446,861
SEHZ	계열회사	매출입 등	2015.01~2015.09	HHP 및 TV 매출입 등	10,439,629
SEVT	계열회사	매출입 등	2015.01~2015.09	HHP 및 가전제품 매입 등	8,796,872
SEV	계열회사	매출입 등	2015.01~2015.09	HHP 및 가전제품 매입 등	8,563,184
SSI	계열회사	매출입 등	2015.01~2015.09	반도체 매출입 등	11,566,812

2015년 3분기중 계열회사인 SEA(Samsung Electronics America, Inc.), SSI(Samsung Semiconductor, Inc.) 법인 등과 매출, 매입 등의 거래를 하였습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2015년 3분기말 현재 제품경쟁력 제고 및 상생경영을 위한 협력회사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 1,217억의 대여금이 있습니다. 또한, 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대하여 2015년 3분기말 현재 108억을 한도로 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성 명 (법인명)	관 계	대여금 내역					비 고
		계정과목	거래내역				
			기초잔액	증가	감소	기말잔액	
장원테크 외	협력업체	단기대여금	34,321	135	3,735	30,721	
두일아이앤디 외	협력업체 및 종업원	장기대여금	81,534	25,503	16,092	90,945	
합 계			115,855	25,638	19,827	121,666	

※ 상기 내역은 현재가치할인차금 차감후, 대손충당금 차감전 기준입니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 · 변경상황

- 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용
제46기 정기주주총회 ('15.3.13)	1. 제46기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결
	2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 선임의 건 2-1-1호 : 사외이사 김한중 선임의 건 2-1-2호 : 사외이사 이병기 선임의 건 2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이사 권오현) 2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이사 김한중)	가결
	3. 이사 보수한도 승인의 건	가결
제45기 정기주주총회 ('14.3.14)	1. 제45기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결
	2. 이사 보수한도 승인의 건	가결
제44기 정기주주총회 ('13.3.15)	1. 제44기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	가결
	2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 선임의 건 2-1-1호 : 이사 이인호 선임의 건 2-1-2호 : 이사 송광수 선임의 건 2-1-3호 : 이사 김은미 선임의 건 2-2호 : 사내이사 선임의 건 2-2-1호 : 이사 윤부근 선임의 건 2-2-2호 : 이사 신종균 선임의 건 2-2-3호 : 이사 이상훈 선임의 건 2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 2-3-1호 : 감사위원 이인호 선임의 건 2-3-2호 : 감사위원 송광수 선임의 건	가결
	3. 이사 보수한도 승인의 건	가결

3. 중요한 소송사건

(1) 보고기간종료일 현재 Apple사와의 특허관련 소송이 미국에서 진행중입니다. 해당 소송과 관련해서는 2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 당사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 판결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 판결이 있었으며, 2014년 3월 6일 Apple사의 당사 제품 판매 금지 주장을 기각하고 손해배상액은 배심원 판결 금액으로 하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 2014년 12월 4일 항소심 재판이 진행되었습니다. 2015년 5월 18일 항소심 법원은 2심 판결을 선고하면서 1심 판결 중 일부 판결은 파기 환송하고 일부 판결은 유지하였습니다. 당사는 유지된 일부 판결 중 디자인 침해와 관련하여 2015년 6월 17일 전원합의체 재심리 신청을 하였으나, 2015년 8월 13일 재심리 신청은 불허되었습니다. 이후 1심 법원에서 환송심 절차가 진행되었으며, 2015년 9월 18일 1심 법원은 항소심에서 유지된 일부 판결에 대한 최종판결을 선고하였습니다. 당사는 이에 항소하였으며, 2015년 10월 13일 항소가 기각되자 2015년 10월 19일 전원합의체 재심리 신청을 하였습니다.

또한, 2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두번째 소송과 관련해 당사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 판결이 있었으며, 2014년 11월 25일 배심원 판결을 확인하는 1심 법원의 판결이 선고되었습니다. 당사는 2014년 11월 25일 1심 판결에 대해 항소하였으며, 항소심 재판이 계속 진행될 예정입니다. 1심 법원은 2014년 8월 27일 애플의 판매금지청구를 기각하였으나, 항소법원은 2015년 9월 17일 1심 판단을 파기 환송하는 판결을 선고한 바, 당사는 2015년 10월 19일 전원합의체 재심리 신청을 하였습니다. 동 소송을 포함한 Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

2014년 8월, 당사와 Apple사는 미국 외 지역에서의 소송을 취하한다는 합의에 이른 바 있으며, 보고서일 현재 미국 외 모든 국가에서 소송 취하가 완료되었습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 TFT-LCD 판매에 대한 가격담합과 관련된 일부 해외구매자들로부터의 민사상 손해배상청구 등을 포함하여, 당사의 사업과 관련하여 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

4. 채무보증내역

연결재무제표 및 재무제표의 우발부채와 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다.

5. 제재현황 등 그 밖의 사항

당사는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조(불공정거래행위의 금지) 위반으로 2012년 7월 10일 시정명령 및 과징금(14,126백만원) 부과 처분을 받아 소송을 제기하여 현재 법원에 소송 계속 중에 있습니다.

그리고 당사는 공정거래위원회로부터 표시·광고의 공정화에 관한 법률 제4조(중요정보의 고시 및 통합공고) 위반으로 2014년 1월 13일 과태료(26백만원) 부과 처분을 받아 과태료를 납부하였습니다

당사는 2013년 1월 28일 불산누출 사고 및 노동부 등 특별감독 결과와 관련하여 2013년 3월 7일에 산업안전보건법 위반으로 과태료 267백만원을, 2013년 4월 1일에 유해화학물질 관리법 위반으로 개선명령 및 과태료 2.2백만원을 부과 처분 받아 이행보고 및 과태료를 납부하였습니다. 이와 관련하여, 2014년 10월 31일 1심 판결에서 당사 임직원 3명에게 총 1,500만원의 벌금이 선고되었으며, 11월 7일 항소하여 항소심재판이 계속 진행될 예정입니다.

2013년 5월 2일 불산누출 사고와 관련하여서는, 2014년 2월 27일에 산업안전보건법 및 유해화학물질관리법 등 위반으로 벌금 4.5백만원을 부과 처분 받아 납부하였습니다

당사는 2013년 8월 환경부 및 경기도 합동 점검시 수입화학물질 미신고로 과태료 (166.7백만원) 부과 처분 받아 납부하였습니다.

당사는 2014년 6월 16일부터 6월 20일까지 진행된 검찰·고용노동부 합동점검 결과와 관련하여 2015년 7월 29일 산업안전보건법 상 안전조치 의무 위반으로 당사 임원(부사장, 현직)과 회사 각 200만원의 벌금을 부과 처분 받아 납부 완료하였습니다.

당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 또한 당사는 환경안전 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에게 대한 교육을 시행하고 있습니다.

6. 단기매매차익 미환수 현황

당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

7. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

가. 당사는 2015년 10월 29일자로 이사회에서 자기주식 취득 및 소각을 결의하였습니다. 취득 예정 주식수는 총 347만주(보통주 223만주, 우선주 124만주)이며, 취득 완료 후 즉시 소각 예정입니다. 취득 종료 예상일은 2016년 1월 29일입니다.

나. 당사는 2015년 10월 30일자로 삼성정밀화학주식회사 지분 전부를 롯데케미칼주식회사에 매각하기로 결정하였으며, 이후 실사를 거쳐 2016년 6월 이내 진행 예정입니다.

8. 합병 등의 사후 정보

공시대상기간 중 본사 기준(별도 재무제표 기준) 주요한 합병 내역은 없으며, 종속기업의 주요한 사업결합 및 사업매각 등의 내용은 연결재무제표의 사업결합 주석과 매각예정분류자산(처분자산집단) 주석을 참조하시기 바랍니다.

9. 녹색경영

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기술 인증' 취득을 확대하고 있습니다.

(녹색기술 인증)

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제32조 제2항에 따라 '녹색기술인증'을 취득하고 있습니다. 당사의 녹색기술 개발은 사람과 자연을 존중하는 기업활동을 목표로 하는 플래닛퍼스트(PlanetFirst) 전략으로 친환경 제품 개발과 보급 확대에 주력한 결과로서 인증 제도가 시작된 2010년 이래 2015년 3분기말 현재 총 20건의 유효 녹색기술인증을 확보하고 있습니다. 또한 인증을 받은 녹색기술이 적용된 상용화 제품에 대해 부여하는 '녹색기술제품 확인' 인증에 대해 총34건(264모델)을 취득 하였습니다.

2015년 3분기말 현재 인증취득 녹색기술은 아래 표와 같습니다.

부분	사업부문	녹색기술 명칭	건수	비고
	CE	Digital TV용 저전력 SoC 설계 기술 등	13	
	IM	주변 조도 순응하는 디스플레이 절전 기술 사용자 기반 무선랜 전력 절감 자동화 기술 등	4	
DS	반도체	3-bit NAND Flash 반도체 설계 기술 등	3	
합 계			20	

※ 본사기준으로 작성되었습니다.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 II. 사업의 내용의 11. 그 밖에 투자 의사 결정에 필요한 사항(나. 환경관련 규제사항)을 참조하십시오.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계